

32 μ A、超低消費電力、24 ビット・シグマデルタ ADC (PGA と FIFO を統合)

特長

- ▶ 超低消費電流（代表値）
 - ▶ 32 μ A：連続変換モード（ゲイン = 128）
 - ▶ 5 μ A：デューティ・サイクル・モード（デューティ比 = 1/16）
 - ▶ 0.5 μ A：スタンバイ・モード
 - ▶ 0.1 μ A：パワーダウン・モード
- ▶ システム・レベルの節電を実現する組み込み機能
 - ▶ 電流節減デューティ・サイクル比：1/4 または 1/16
 - ▶ スマート・シーケンサとチャンネル単位の構成によりホスト・プロセッサの負荷を最小限に抑制
 - ▶ 内蔵のディープ FIFO によりホスト・プロセッサの負荷を最小限に抑制（256 サンプルの深度）
 - ▶ 自律型 FIFO 割込み機能、閾値検出
 - ▶ わずか 1.71V の低電圧単電源によりバッテリー寿命を延長
- ▶ 実効値ノイズ：1.17SPS（ゲイン = 128）で 25nV rms – 48nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$
- ▶ ノイズ・フリー・ビット：最大 22（ゲイン = 1）
- ▶ 出力データレート：1.17SPS~2.4kSPS
- ▶ 1.71V~3.6V の単電源または $\pm 1.8\text{V}$ の分離電源で動作
- ▶ 最大ドリフトが 15ppm/ $^{\circ}\text{C}$ のバンド・ギャップ・リファレンス
- ▶ レール to レールのアナログ入力を備えた PGA
- ▶ 適応性の高いセンサー・インターフェース機能
 - ▶ RTD 用にマッチングの取れたプログラマブルな励起電流
 - ▶ チップ内蔵のバイアス電圧発生器（熱電対用）

- ▶ ローサイド・パワー・スイッチ（ブリッジ型トランスジューサ用）
- ▶ センサー断線検出
- ▶ 内部温度センサーおよび発振器
- ▶ 自己校正とシステム校正に対応
- ▶ 柔軟性の高いフィルタ・オプション
- ▶ 50Hz/60Hz の同時除去（特定のフィルタ・オプションを選択した場合）
- ▶ 汎用出力
- ▶ 診断機能
- ▶ クロスポイントでマルチプレックスされた入力
 - ▶ 4 個の差動入力/8 個の疑似差動入力
- ▶ 5MHz の SPI（3 線式または 4 線式）
- ▶ 35 ボール、2.7mm \times 3.56mm WLCSP および 32 ピン、5mm \times 5mm LFCSP を採用
- ▶ 温度範囲：-40 $^{\circ}\text{C}$ ~+105 $^{\circ}\text{C}$ （WLCSP）、-40 $^{\circ}\text{C}$ ~+125 $^{\circ}\text{C}$ （LFCSP）
- ▶ AD4130-4 LFCSP は [AD7124-4](#) LFCSP とピン互換

アプリケーション

- ▶ スマート・トランスミッタ
- ▶ バッテリーおよび環境エネルギーで動作するワイヤレス・センサー・ノード
- ▶ 携帯型計測器
- ▶ 温度計測：熱電対、RTD、サーミスタ
- ▶ 圧力計測：ブリッジ型トランスジューサ
- ▶ ヘルスケアおよびウェアラブル

機能ブロック図

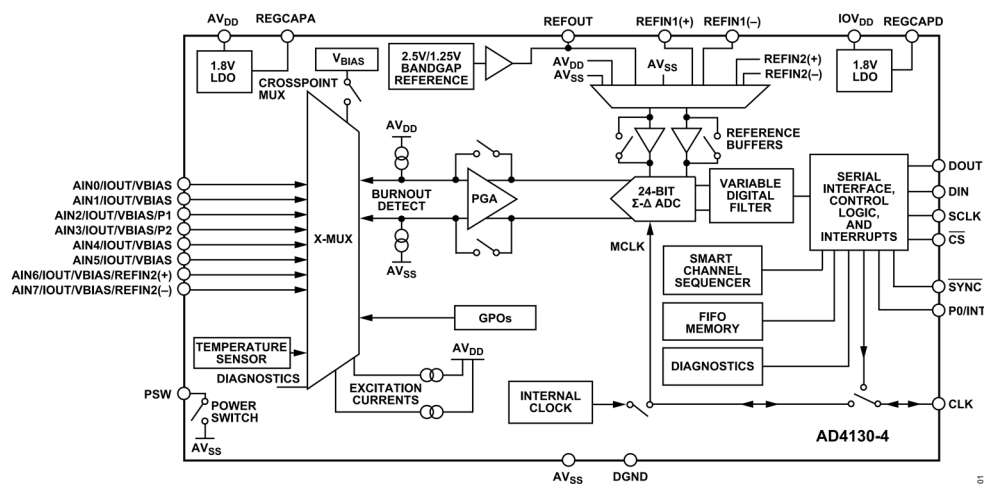


図 1. 機能ブロック図

目次

特長.....	1	ADC の設定と動作.....	50
アプリケーション.....	1	バイポーラ／ユニポーラ設定.....	50
機能ブロック図.....	1	ステータス・ビット.....	50
概要.....	4	スマート・チャンネル・シーケンサ.....	51
関連製品.....	4	ADC の変換モード.....	52
仕様.....	5	データ・レディ信号.....	54
ADC 仕様および AFE 仕様.....	5	連続読出しモード.....	54
アナログ入力仕様.....	6	システム同期.....	56
リファレンス仕様.....	6	ADC の校正.....	56
センサーのバイアス設定仕様.....	7	デジタル・フィルタ.....	59
診断仕様.....	8	sinc ³ フィルタおよび sinc ⁴ フィルタ.....	59
除去仕様.....	8	平均化フィルタ.....	59
ロジック入出力仕様.....	10	ポスト・フィルタ.....	59
電源仕様.....	10	出力データレート.....	60
タイミング仕様.....	12	50Hz および 60Hz の除去.....	61
絶対最大定格.....	17	シーケンサ.....	62
熱特性.....	17	診断機能.....	66
静電放電 (ESD) 定格.....	17	シグナル・チェーンのチェック.....	66
ESD に関する注意.....	17	リファレンス検出.....	66
ピン配置およびピン機能の説明.....	18	ADC エラー.....	66
代表的な性能特性.....	23	過電圧／低電圧の検出.....	66
オフセット誤差およびゲイン誤差.....	23	電源モニタ.....	67
INL 誤差および発振器.....	24	メイン・クロックのカウンタ.....	67
ノイズ.....	25	SPI 診断機能.....	67
アナログ入力電流.....	26	CRC 保護.....	67
電源電流.....	28	FIFO 診断機能.....	68
リファレンス入力電流.....	29	バーンアウト電流.....	68
内部リファレンスおよび温度センサー.....	30	温度センサー.....	69
励起電流.....	31	診断機能とスタンバイ・モード.....	69
分解能.....	32	FIFO.....	70
FFT.....	33	FIFO モード.....	70
用語の定義.....	34	FIFO のリードバック.....	71
ノイズおよび分解能.....	36	FIFO 割込み.....	74
2.5V リファレンス.....	36	FIFO のクリア.....	75
1.25V リファレンス.....	38	アプリケーション情報.....	76
ノイズのスペクトル密度.....	41	電源供給方式.....	76
動作原理.....	42	推奨デカップリング方法.....	76
概要.....	42	入力フィルタ.....	76
ADC のコア.....	42	マイクロプロセッサのインターフェース.....	76
ADC メイン・クロック.....	43	不使用ピン.....	76
ADC リファレンス.....	43	パワーアップと初期化.....	77
アナログ・フロント・エンド.....	44	レイアウトと接地.....	77
プログラマブル・ゲイン・アンプ.....	45	アセンブリのガイドライン.....	77
その他の機能.....	46	AD4130-4 のレジスタ.....	78
電源.....	46	AD4130-4 のレジスタの概要.....	78
パワーダウン・モード.....	47	レジスタの詳細.....	80
デジタル・インターフェース.....	48	外形寸法.....	108
レジスタ・マップへのアクセス.....	48	オーダー・ガイド.....	108
デバイスのリセット.....	49	評価用ボード.....	108

改訂履歴

1/2025— Rev. 0 to Rev. A

Changed Master and Controller to Main (Throughout)	1
Added 35-Ball WLCSP (Universal)	1
Changes to Features Section	1
Changes to Functional Block Diagram Section	1
Changes to T _{MAX} Parameter, Table 8	10
Changes to Last SCLK Rising for SW Reset Serial Peripheral Interface (SPI) Transaction to First SCLK Falling for Next SPI Transaction Parameter and $\overline{\text{CS}}$ Rising Edge for SW Reset SPI Transaction to $\overline{\text{CS}}$ Falling Edge for Next SPI Transaction Parameter, Table 9	12
Changes to Thermal Characteristics Section and Table 12	17
Added Table 13; Renumbered Sequentially	17
Added Figure 14 and Table 15; Renumbered Sequentially	18
Changes to Data Ready Signal Section and Table 55	54
Changes to FIFO Readback Section	71
Changes to FIFO Ready Signal Section	71
Changes to Table 72	74
Changes to Assembly Guidelines Section	77
Changes to Table 77	82
Changes to Table 79	84
Updated Outline Dimensions	108
Changes to Ordering Guide	108
Changes to Evaluation Boards	108

2/2024—Revision 0: Initial Version

概要

AD4130-4 は、狭帯域幅のバッテリー駆動アプリケーションに適した超低消費電力で高精度の計測ソリューションです。全機能を内蔵したアナログ・フロント・エンド (AFE) には、最大 8 個のシングルエンド入力または最大 4 個の差動入力を扱うマルチプレクサ、プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA)、24 ビットのシグマデルタ ($\Sigma\Delta$) A/D コンバータ (ADC)、内蔵リファレンスおよび発振器、選択可能なフィルタ・オプション、スマート・シーケンサ、センサーのバイアス設定および励起オプション、診断機能などが備わっている他、バッテリー駆動時の寿命を延ばす (コイン電池で 5 年以上) ために新たな機能、すなわち先入れ先出し (FIFO) バッファおよびデューティ・サイクル機能が追加されています。

AD4130-4 を用いることで、連続変換を行いながら、28.5 μ A (ゲイン=1) や 32.5 μ A (ゲイン=128) の消費電流で低周波数信号を測定できます。また、いずれかのデューティ・サイクル・オプションを使用した場合、平均電流を更に下げることができます。AD4130-4 では、4 個の差動入力または 8 個のシングルエンドあるいは疑似差動入力として構成し、これらの入力をクロスポイント・マルチプレクサに接続できます。この場合、任意の入力ペアを PGA および ADC への測定チャンネル入力とすることができます。

AD4130-4 は、1.71V~3.6V のアナログ単電源で動作できるように設計されています。バッテリー・アプリケーションの場合、1.71V という低電圧での動作により、バッテリー電圧が低下した場合でも AFE は動作を続行できるため、システム寿命を延長できます。デジタル電源を別個に設けることができ、その範囲は 1.65V~3.6V です。

消費電流の低減と相まって、オン・チップ FIFO バッファをスマート・シーケンサと併用することで、AD4130-4 を自律型計測システムとすることができます。これにより、マイクロコントローラをより長時間にわたってスリープ状態にできます。

インテリジェントな割込み機能があるため、エラー検出と安全の両方においてより大きな信頼を置くことができます。ユーザは、FIFO のサンプルが事前に設定した値に達した場合、または、ユーザ設定可能な閾値を超えた場合に、割込み信号をトリガできます。

AD4130-4 は、以下に示す主要なアナログ機能を備えているため、温度、負荷、圧力を計測するのに用いるトランスジューサに簡単かつ効果的に接続できます。

- ▶ **PGA** : PGA は、プログラマブルなゲイン (1~128) と高入力インピーダンス低入力電流により、抵抗ブリッジ、熱電対、測温抵抗体 (RTD) など低出力振幅のトランスジューサに直接インターフェース接続できます。
- ▶ **容量性 PGA** は全コモンモード入力範囲に対応可能であり、大きく変化する入力コモンモードに対して設計マージンを広げることができます。コモンモード入力範囲が広い場合、全体的な分解能が向上し、レシオメトリック計測に非常に効果的です。
- ▶ **低ドリフトの高精度電流源**。IEXC0 および IEXC1 の電流源は、2 線式、3 線式、4 線式の RTD を励起するのに使用できます。励起電流出力オプションには、100nA、10 μ A、20 μ A、50 μ A、100 μ A、150 μ A、200 μ A があります。

- ▶ **ローサイド・パワー・スイッチ (PDSW)** を使用して、変換と変換の間にブリッジ・センサーをパワーダウンできます。この PDSW は、シーケンサ内ではチャンネル単位で制御できるため、システム全体での最適なタイミングとエネルギー節約が可能です。PDSW を使用することで、消費電力が高いアナログ・センサーを低消費電力システムで用いることも可能となります。
- ▶ **熱電対用の電圧バイアス (VBIAS)** ソースがチャンネルのコモンモード電圧を $AV_{DD}/2$ に設定)。
- ▶ **スマート・シーケンサ**により、イネーブル済みの事前に設定されたチャンネルのそれぞれを予め定められた順序で変換できるため、トランスジューサ、システム・チェック、診断測定を混在させて順に実施できます。このシーケンサにより、デバイスとのシリアル・インターフェース通信を繰り返す必要がなくなります。シーケンスには 16 個のチャンネルを構成でき、各チャンネルは、事前に定められた 8 個の ADC セットアップから選択できます。この設定により、ゲイン、フィルタ・タイプ、出力データレート、バッファリング、タイミング、リファレンス・ソースの選択が可能となります。

高度に集積されたフロント・エンド機能が小型のパッケージ・オプションと組み合わせたり、エンド・ソリューションの小型化を可能にします。例えば、AD4130-4 は、低温度ドリフトのバンド・ギャップ・リファレンスを内蔵している他に、外部の差動リファレンスを受け付けることができ、これは内部でバッファリング可能です。

安全性が重視されるアプリケーションに対して、AD4130-4 は診断機能を備えています。例えば、バーンアウト電流による断線検出、内部温度センサー、リファレンス電圧の検出、アナログ入力の過電圧/低電圧検出などがかのうです。デジタル・インターフェースには、巡回冗長検査 (CRC) およびシリアル・インターフェース・チェックなどの診断機能が追加されているため、堅牢な通信リンクを実現できます。

関連製品

- ▶ **低ノイズ、低ドロップアウトのレギュレータ** : [ADP150ACBZ-3.3](#) および [ADP150ACBZ-1.8](#)
- ▶ **安定化チャージポンプ・インバータ** : [LTC1983ES6-3](#) および [ADP7182AUJZ-1.8](#)
- ▶ **電圧リファレンス** : [ADR391](#) または [ADR3625](#)
- ▶ **低消費電力マイクロコントローラ** : [MAX32670](#) (高精度)、[MAX32655](#) (BLE)、[MAX32663A](#) (ECG)

仕様

特に指定のない限り、 $AV_{DD} = 1.71V \sim 3.6V$ 、 $IOV_{DD} = 1.65V \sim 3.6V$ 、 $AV_{SS} = DGND = 0V$ 、 $REFIN1(+) = 2.5V$ ($AV_{DD} - AV_{SS} \geq 2.7V$ の場合)、 $REFIN1(+) = 1.25V$ ($AV_{DD} - AV_{SS} < 2.7V$ の場合)、 $REFIN1(-) = AV_{SS}$ 、内部メイン・クロック (MCLK) (MCLK 周波数 (f_{MCLK}) = 76.8kHz)、PGA イネーブル (デフォルト)、リファレンス・バッファ・バイパス (デフォルト)、温度範囲 = $T_{MIN} \sim T_{MAX}$ 、[推奨デカップリング方法](#)のセクションに従いデカップリング。

ADC 仕様および AFE 仕様

表 1. ADC 仕様および AFE 仕様

Parameter ¹	Min	Typ	Max	Unit	Test Conditions/Comments
SAMPLING DYNAMICS					
Output Data Rate (ODR)	1.17		2400	SPS	See the Output Data Rate section
Active Time ²		100%			Continuous conversion mode
		25%			DUTY_CYC_RATIO = 1/4 ³
		6.25%			DUTY_CYC_RATIO = 1/16 ³
STATIC PERFORMANCE					
No Missing Codes ²	24			Bits	FS ⁴ > 2, sinc ⁴ filter
	24			Bits	FS ⁴ > 8, sinc ³ filter
Resolution and Update Rate ²					See the Noise and Resolution section
RMS Noise and Update Rate ²					See the Noise and Resolution section
Noise Spectral Density ²					See the Noise and Resolution section
Integral Nonlinearity (INL) ²	-5	±2	+5	ppm of FSR ¹	Gain = 1
	-15	±4	+15	ppm of FSR ¹	Gain > 1 ⁵
Offset Error ⁶					
Before Calibration		±2		μV	Gain = 1, PGA bypass ⁷
		±10		μV	Gain = 1 to 16
		±2		μV	Gain = 32 to 128
After Internal and System Calibration		In order of noise			
Offset Error Drift vs. Temperature ⁸		3	30	nV/°C	Gain = 1, PGA bypass ⁷
		120/gain	(140/gain) + 90	nV/°C	Gain = 1 to 128
Gain Error ^{6,9}					
Before Calibration	-0.015		+0.015	%	Gain = 1 ¹⁰ , T _A = 25°C
		0.5		%	Gain = 1, PGA bypass ⁷
		0.5		%	Gain > 1
After Internal Calibration ¹¹	-0.12	+0.01	+0.12	%	
After System Calibration ¹¹		In order of noise			
Gain Error Drift vs. Temperature		0.1	1	ppm/°C	Gain = 1, PGA bypass ⁷
		0.1	2	ppm/°C	Gain = 1 to 16, T _A = -40°C to +105°C
		0.1	3	ppm/°C	T _A = -40°C to +125°C (LFCSP only)
		0.1	3	ppm/°C	Gain = 32 to 128, T _A = -40°C to +105°C
		0.1	4	ppm/°C	T _A = -40°C to +125°C (LFCSP only)

¹ 用語の定義のセクションを参照してください。

² これらの仕様については出荷テストを行っていませんが量産開始時の特性評価データで確認されています。

³ デューティ・サイクル・モードを有効にするには、ADC_CONTROL レジスタにおいて MODE = 0b1001 に設定します。DUTY_CYC_RATIO ビットは同じレジスタ内にあります。[デューティ・サイクル・モード](#)と[デューティ・サイクル・モードのタイミング](#)の各セクションを参照してください。

⁴ FS は、フィルタ・レジスタの FS ビット [10:0] を 10 進数に変換した値です。

⁵ ゲインが 1 より大きい場合の非直線性は、ゲイン = 32 および電圧リファレンス (V_{REF}) = 2.5V の条件で製品テストを行っています。その他の条件については、この仕様は製品の初期リリース時に特性評価データで裏付けられています。

⁶ システム校正または内部のゼロ・スケール校正を行った後、オフセット誤差は、選択されたプログラム済みのゲインおよび出力データレートにおけるノイズの範囲内に収まります。システムのフルスケール校正を行うと、ゲイン誤差は、プログラム済みのゲインおよび出力データレートにおけるノイズの範囲内まで低下します。

⁷ PGA_BYP_n = 1。PGA_BYP_n ビットは、対応する CONFIG_n レジスタ内にあります。詳細については[プログラマブル・ゲイン・アンプ](#)のセクションを参照してください。

仕様

⁸ これらの誤差は、どの温度でも再校正を行えば除去されます。

⁹ ゲイン誤差は、正および負のフルスケールに適用されます。工場校正は、ゲイン=1 および $T_A = 25^\circ\text{C}$ ($\text{PGA_BYP_n} = 0$) で実施されています。

¹⁰ このゲイン誤差は、ゲインが 1 ($\text{PGA_BYP_n} = 0$) で周囲温度において工場校正されています。

¹¹ $\text{CAL_RANGE_X2} = 1$ ($V_{\text{REF}} > 2\text{V}$)。CAL_RANGE_X2 ビットは MISC レジスタ内にあります。詳細については内部ゲイン校正のセクションを参照してください。

アナログ入力仕様

表 2. アナログ入力仕様

Parameter ¹	Min	Typ	Max	Unit	Test Conditions/Comments ²
ANALOG INPUT VOLTAGE ³					
Differential Input Voltage Ranges			$\pm V_{\text{REF}}/\text{gain}$	V	$V_{\text{REF}} = \text{REFIN1}(+) - \text{REFIN1}(-)$, or internal reference PGA on ⁴
Absolute Analog Input (A_{IN}) Voltage Limits	$AV_{\text{SS}} - 0.05$		$AV_{\text{DD}} + 0.05$	V	
ANALOG INPUT CURRENT ³					
Absolute Input Current					PGA bypass ⁵
Gain = 1	-3	± 0.5	+3	nA	
Gain = 1		± 2.5		nA	
Gain > 1	-1	± 0.5	+1	nA	PGA bypass ⁵
Differential Input Current					
Gain = 1	-3	± 0.5	+3	nA	
Gain = 1		± 1.5		nA	PGA bypass ⁵
Gain > 1	-1	± 0.5	+1	nA	
Analog Input Current Drift					PGA bypass ⁵
Gain = 1, Gain > 1		2	15	pA/°C	
Gain = 1		2		pA/°C	
SYSTEM CALIBRATION ³					
Calibration Limits					
Full Code			$1.05 \times V_{\text{REF}}/\text{gain}$	V	DATA = 0xFFFFF
Zero Code	$-1.05 \times V_{\text{REF}}/\text{gain}$			V	DATA = 0x000000
Input Span	$0.8 \times V_{\text{REF}}/\text{gain}$		$2.1 \times V_{\text{REF}}/\text{gain}$	V	

¹ 用語の定義のセクションを参照してください。

² $T_A = -40^\circ\text{C} \sim +105^\circ\text{C}$ 。

³ これらの仕様は、製品テストを受けたものではありませんが、製品の初期リリース時に特性評価データで裏付けられています。

⁴ $\text{PGA_BYP_n} = 0$ 。 $V_{\text{REF}} > (AV_{\text{DD}} - AV_{\text{SS}} - 200\text{mV})$ の場合、入力差動範囲は $(AV_{\text{DD}} - AV_{\text{SS}} - 200\text{mV})/\text{ゲイン}$ を超えることはできません。

⁵ $\text{PGA_BYP_n} = 1$ 。PGA_BYP_n ビットは、対応する CONFIG_n レジスタ内にあります。詳細についてはプログラマブル・ゲイン・アンプのセクションを参照してください。

リファレンス仕様

表 3. リファレンス仕様

Parameter ¹	Min	Typ	Max	Unit	Test Conditions/Comments ²
REFERENCE OUTPUT					
Initial Accuracy	2.5 – 0.2%	2.5	2.5 + 0.2%	V	Internal reference enabled, load capacitance (C_L) = 1 nF $T_A = 25^\circ\text{C}$
	1.25 – 0.45%	1.25	1.25 + 0.45%	V	$T_A = 25^\circ\text{C}$
Temperature Coefficient (TC) (Drift) ³		2	15	ppm/ $^\circ\text{C}$	$T_A = -40^\circ\text{C}$ to $+105^\circ\text{C}$, $V_{\text{REF}} = 2.5\text{ V}$
		2	15	ppm/ $^\circ\text{C}$	$T_A = -40^\circ\text{C}$ to $+105^\circ\text{C}$, $V_{\text{REF}} = 1.25\text{ V}$
Output Current Load Capability		± 1		mA	
Load Regulation Sourcing and Sinking		90		$\mu\text{V}/\text{mA}$	Change in output voltage (ΔV_{OUT})/change in output current (ΔI_{LOAD})
Power Supply Rejection		95		dB	

仕様

表 3. リファレンス仕様（続き）

Parameter ¹	Min	Typ	Max	Unit	Test Conditions/Comments ²
Output Voltage Noise (0.1 Hz to 10 Hz)		40		μV p-p	T _A = 25°C
Output Voltage Noise Density		800		nV/√Hz	T _A = 25°C
Turn On Settling Time		280		μs	T _A = 25°C
REFERENCE INPUTS					Reference input (REFIN) = REFIN1(+) – REFIN1(-)
External REFIN Voltage ³	0.5		AV _{DD} – AV _{SS}	V	
Absolute REFINx pins Voltage Limits ³	AV _{SS} – 0.05		AV _{DD} + 0.05	V	Reference buffers disabled ⁴
	AV _{SS} + 0.1		AV _{DD} – 0.1	V	Reference buffers enabled ⁴
Reference Input Current					
Absolute Input Current	–11	±7	+11	nA	Reference buffers disabled ⁴
	–4	±0.2	+4	nA	Reference buffers enabled ⁴
Reference Input Current Drift ³		10	21	pA/°C	Reference buffers disabled ⁴
		1.6	20	pA/°C	Reference buffers enabled ⁴
Normal Mode Rejection					Same as for analog inputs
Common-Mode Rejection		90		dB	

¹ 用語の定義のセクションを参照してください。² T_A = –40°C ~ +105°C。³ これらの仕様は、製品テストを受けたものではありませんが、製品の初期リリース時に特性評価データで裏付けられています。⁴ REF_BUF_n ビットおよび REF_BUFM_n ビットは対応する CONFIG_n レジスタ内にあります。詳細については、[リファレンス・バッファ](#)のセクションを参照してください。

センサーのバイアス設定仕様

表 4. センサーのバイアス設定仕様

Parameter ¹	Min	Typ	Max	Unit	Test Conditions/Comments
EXCITATION CURRENT SOURCES (IEXC0 and IEXC1)					Available on any analog input pin
Output Current		10/20/50/100/ 150/200/0.1		μA	Selectable on a per channel basis
Initial Tolerance		±1		%	T _A = 25°C
Current Drift ²		50		ppm/°C	
Current Matching ^{2,3}	–1.6	±0.5	+1.6	%	10 μA/20 μA/50 μA/100 μA/150 μA/200 μA
	–3.2	±1	+3.2	%	100 nA
Current Drift Matching ²		3	25	ppm/°C	10 μA/20 μA/50 μA/100 μA/150 μA/200 μA, T _A = –40°C to +105°C
			32		T _A = –40°C to +125°C (LFCSP only)
		5	60	ppm/°C	100 nA, T _A = –40°C to +105°C
			78		T _A = –40°C to +125°C (LFCSP only)
Line Regulation		0.1		%/V	10 μA/20 μA/50 μA/100 μA/150 μA/200 μA
		0.3		%/V	100 nA
Load Regulation		0.1		%/V	10 μA/20 μA/50 μA/100 μA/150 μA/200 μA
		2.5		%/V	100 nA
Output Compliance	AV _{SS} + 0.05		AV _{DD} – 0.27	V	2% accuracy
BIAS VOLTAGE (V _{BIAS}) GENERATOR					Available on any analog input pin
V _{BIAS}		(AV _{DD} + AV _{SS})/2		V	
Start-Up Time		3.7		μs/nF	Dependent on the capacitance connected to AINx
		6.7		μs/nF	AV _{DD} = 3.3 V, AV _{SS} = DGND
					AV _{DD} = 1.8 V, AV _{SS} = DGND
LOW-SIDE POWER SWITCH ²					
On Resistance (R _{ON})		10	15	Ω	

仕様

表 4. センサーのバイアス設定仕様（続き）

Parameter ¹	Min	Typ	Max	Unit	Test Conditions/Comments
Allowable Current			30	mA	Continuous current

¹ 用語の定義のセクションを参照してください。² これらの仕様については出荷テストを行っていませんが量産開始時の特性評価データで確認されています。³ IOUT0 と IOUT1 の間のマッチング、 $V_{OUT} = 0V$ 。

診断仕様

表 5. 診断仕様

Parameter ^{1, 2}	Min	Typ	Max	Unit	Test Conditions/Comments
TEMPERATURE SENSOR					2.5 V external reference, gain = 1 After calibration at 25°C
Accuracy		±1		°C	
Nominal Sensitivity ³		860.66		μV/K	
Reading at 25°C		258		mV	
REFERENCE					REFIN = REFIN1(+) – REFIN1(-)
Reference Detect Threshold	0.7		1	V	
REFIN1(+) Overvoltage Detect Level	$AV_{DD} + 0.13$		$AV_{DD} + 0.03$	V	
REFIN1(-) Undervoltage Detect Level	$AV_{SS} - 0.03$		$AV_{SS} - 0.13$	V	
A_{IN} OVERVOLTAGE (OV) AND UNDERVOLTAGE (UV)					
A_{IN} OV Detect Level	$AV_{DD} + 0.13$		$AV_{DD} + 0.03$	V	
A_{IN} UV Detect Level	$AV_{SS} - 0.03$		$AV_{SS} - 0.13$	V	
BURNOUT CURRENTS					
A_{IN} Current		0.5, 2, 4		μA	

¹ 用語の定義のセクションを参照してください。² これらの仕様については出荷テストを行っていませんが量産開始時の特性評価データで確認されています。³ 設計により裏付けられています。

除去仕様

表 6. 除去仕様

Parameter ¹	Min	Typ	Max	Unit	Test Conditions/Comments
POWER SUPPLY REJECTION (AV_{DD})	96			dB	External MCLK, $f_{MCLK} = 76.8$ kHz, $A_{IN} = 1$ V/gain Gain = 1, gain = 1 and PGA bypass ² , $T_A = -40^\circ\text{C}$ to $+105^\circ\text{C}$
	79				$T_A = -40^\circ\text{C}$ to $+125^\circ\text{C}$ (LFCSP only)
	94			dB	Gain = 2 to 16, $T_A = -40^\circ\text{C}$ to $+105^\circ\text{C}$
	90				$T_A = -40^\circ\text{C}$ to $+125^\circ\text{C}$ (LFCSP only)
	102			dB	Gain = 32 to 128, $T_A = -40^\circ\text{C}$ to $+105^\circ\text{C}$
	96				$T_A = -40^\circ\text{C}$ to $+125^\circ\text{C}$ (LFCSP only)
COMMON-MODE REJECTION ^{3, 4, 5}					
At DC	86	90		dB	$A_{IN} = 1$ V, gain = 1, $T_A = -40^\circ\text{C}$ to $+105^\circ\text{C}$
	85				$T_A = -40^\circ\text{C}$ to $+125^\circ\text{C}$ (LFCSP only)
	112	135		dB	$A_{IN} = 1$ V/gain, gain = 2 to 16
	108	122		dB	$A_{IN} = 1$ V/gain, gain = 32 to 128
Sinc ³ Filter					Input frequency (f_{IN}) = notch frequency (f_{NOTCH}) ± 1 Hz
At 50 Hz and 60 Hz	115			dB	10 SPS (FS = 240)
At 50 Hz	115			dB	50 SPS (FS = 48)
At 60 Hz	115			dB	60 SPS (FS = 40)
Sinc ³ + REJ60 Filter					$f_{IN} = f_{NOTCH} \pm 1$ Hz

仕様

表 6. 除去仕様（続き）

Parameter ¹	Min	Typ	Max	Unit	Test Conditions/Comments
At 50 Hz and 60 Hz	115			dB	50 SPS (FS = 48)
Sinc ³ + Sinc ¹ Averaging Filter					$f_{IN} = f_{NOTCH} \pm 1 \text{ Hz}$
At 50 Hz	120			dB	40 SPS (FS = 6, first notch at 50 Hz)
At 60 Hz	120			dB	48 SPS (FS = 5, first notch at 60 Hz)
Sinc ⁴ + Sinc ¹ Averaging Filter					$f_{IN} = f_{NOTCH} \pm 1 \text{ Hz}$
At 50 Hz	115			dB	36.36 SPS (FS = 6, first notch at 60 Hz)
At 60 Hz	115			dB	43.63 SPS (FS = 5, first notch at 50 Hz)
Post Filters					$f_{IN} = f_{NOTCH} \pm 1 \text{ Hz}$
At 50 Hz and 60 Hz	125			dB	Post Filter 1, ODR = 26.087 SPS
	125			dB	Post Filter 2, ODR = 24 SPS
	125			dB	Post Filter 3, ODR = 19.355 SPS
	120			dB	Post Filter 4, ODR = 16.21 SPS
NORMAL MODE REJECTION ^{3, 4}					
Sinc ³ Filter					$f_{IN} = f_{NOTCH} \pm 1 \text{ Hz}$
External Clock					
At 50 Hz and 60 Hz	100			dB	10 SPS (FS = 240)
	65			dB	50 SPS (FS = 48), Sinc ³ + REJ60 filter
At 50 Hz	95			dB	50 SPS (FS = 48)
At 60 Hz	98			dB	60 SPS (FS = 40)
Internal Clock					
At 50 Hz and 60 Hz	84			dB	10 SPS (FS = 240)
	58			dB	50 SPS (FS = 48), Sinc ³ + REJ60 filter
At 50 Hz	79			dB	50 SPS (FS = 48)
At 60 Hz	81			dB	60 SPS (FS = 40)
Averaging Filters					$f_{IN} = f_{NOTCH} \pm 0.5 \text{ Hz}$
External Clock					
At 50 Hz	40			dB	FS = 6
At 60 Hz	42			dB	FS = 5
Internal Clock					
At 50 Hz	30			dB	
At 60 Hz	31			dB	
Post Filters					$f_{IN} = f_{NOTCH} \pm 1 \text{ Hz}$
External Clock					
At 50 Hz and 60 Hz	46			dB	Post Filter 1, ODR = 26.087 SPS
	62			dB	Post Filter 2, ODR = 24 SPS
	86			dB	Post Filter 3, ODR = 19.355 SPS
	91			dB	Post Filter 4, ODR = 16.21 SPS
Internal Clock					
At 50 Hz and 60 Hz	40			dB	Post Filter 1, ODR = 26.087 SPS
	54			dB	Post Filter 2, ODR = 24 SPS
	73			dB	Post Filter 3, ODR = 19.355 SPS
	77			dB	Post Filter 4, ODR = 16.21 SPS

¹ 用語の定義のセクションを参照してください。² PGA_BYP_n = 1。PGA_BYP_n ビットは、対応する CONFIG_n レジスタ内にあります。詳細については [プログラマブル・ゲイン・アンプ](#) のセクションを参照してください。³ これらの仕様については出荷テストを行っていませんが量産開始時の特性評価データで確認されています。⁴ FS は、フィルタ・レジスタの FS ビット [10:0] を 10 進数に変換した値です。⁵ ゲイン > 1 の場合、コモンモード電圧は $(AV_{SS} + 0.1 + 0.5/\text{ゲイン}) \sim (AV_{DD} - 0.1 - 0.5/\text{ゲイン})$ です。

仕様

ロジック入出力仕様

表 7. ロジック入出力仕様

Parameter	Min	Typ	Max	Unit	Test Conditions/Comments
LOGIC INPUTS ^{1, 2}					
Input Low Voltage (V_{INL})	0		$0.3 \times IOV_{DD}$	V	$1.65\text{ V} \leq IOV_{DD} < 3.6\text{ V}$
Input High Voltage (V_{INH})	$0.7 \times IOV_{DD}$		IOV_{DD}	V	$1.65\text{ V} \leq IOV_{DD} < 3.6\text{ V}$
Voltage Hysteresis		0.5		V	$1.65\text{ V} \leq IOV_{DD} < 3.6\text{ V}$
Current	-1		+1	μA	Input voltage (V_{IN}) = IOV_{DD} or DGND
Pin Capacitance		10		pF	Per digital pin
LOGIC OUTPUTS ^{1, 2} (INCLUDING CLK)					
Output Low Voltage (V_{OL})	0		0.4	V	Sink current (I_{SINK}) = 100 μA
Output High Voltage (V_{OH})	$IOV_{DD} - 0.35$		IOV_{DD}	V	Source current (I_{SOURCE}) = 100 μA
Floating State Leakage Current	-1		+1	μA	
Floating State Output Capacitance		10		pF	
Data Output Coding ³		Offset binary Straight binary			Bipolar bit = 0b1, default setting Bipolar bit = 0b0
CLOCK					
Internal Clock					
Frequency	76.8 - 2%	76.8	76.8 + 2%	kHz	
Duty Cycle ²		50:50		%	
Wake-Up Time ^{2, 4}		850		μs	
External Clock ²					
Frequency		76.8		kHz	
Duty Cycle		45:55 to 55:45		%	
DIGITAL OUTPUTS (P1 to P4) ⁵					
Output Low Voltage (V_{OL}) ²	0		0.4	V	$I_{SINK} = 100\text{ }\mu\text{A}$
Output High Voltage (V_{OH}) ²	$AV_{DD} - 0.6$		AV_{DD}	V	$I_{SOURCE} = 100\text{ }\mu\text{A}$

¹ ピン配置およびピン機能の説明のセクションを参照してください。

² これらの仕様については出荷テストを行っていませんが量産開始時の特性評価データで確認されています。

³ バイポーラ・ビットは ADC_CONTROL レジスタ内にあります。詳細についてはデータ出力コーディングのセクションを参照してください。

⁴ 詳細についてはスタンバイ・モードからの復帰タイミングのセクションも参照してください。

⁵ デジタル・ピンとして使用される汎用出力ピンでは、 $AV_{SS} = DGND$ かつ $AV_{DD} = IOV_{DD}$ とすることが必要です。汎用出力のセクションを参照してください。

電源仕様

表 8. 電源仕様

Parameter	Min	Typ	Max	Unit	Test Conditions/Comments
POWER SUPPLY VOLTAGE					
AV_{DD} to AV_{SS}	1.71		3.6	V	
IOV_{DD} to DGND	1.65		3.6	V	
AV_{SS} to DGND	-1.8		0	V	
AV_{DD} to DGND	0.9			V	
IOV_{DD} to AV_{SS}			5.4	V	
POWER SUPPLY CURRENTS ¹					
AV_{DD} Current					Internal oscillator enabled
External Reference					
Gain = 1		20	23	μA	PGA bypass ²
			24	μA	$T_{MAX} = 125^{\circ}\text{C}$
Gain = 1 to 16		25	30	μA	Continuous conversion mode current

仕様

表 8. 電源仕様（続き）

Parameter	Min	Typ	Max	Unit	Test Conditions/Comments
Gain = 32 to 128			32	μA	T _{MAX} = 125°C
		7.5		μA	DUTY_CYC_RATIO = 1/4 ³
		2.5		μA	DUTY_CYC_RATIO = 1/16 ³
		29	35	μA	Continuous conversion mode current
			38	μA	T _{MAX} = 125°C
Increase due to Reference Buffer ⁴		8.5		μA	DUTY_CYC_RATIO = 1/4 ³
		3		μA	DUTY_CYC_RATIO = 1/16 ³
		0.25		μA	Per reference buffer
Increase due to Internal Reference ⁴		6.5	8	μA	Continuous conversion mode current
		1.75		μA	DUTY_CYC_RATIO = 1/4 ³
		0.45		μA	DUTY_CYC_RATIO = 1/16 ³
Increase due to V _{BIAS} on ⁴ IOV _{DD} Current		1	1.2	μA	
		3.5	6.9	μA	Continuous conversion mode current
			12.5	μA	T _{MAX} = 125°C
		1.8		μA	DUTY_CYC_RATIO = 1/4 ³
		1.4		μA	DUTY_CYC_RATIO = 1/16 ³
Increase due to FIFO		50		nA	
POWER-DOWN CURRENTS ¹					
Standby Mode Current					
AV _{DD}		0.2	1.3	μA	Analog low dropout (LDO) regulator on
			2.5	μA	T _{MAX} = 125°C
IOV _{DD}		0.35	3.5	μA	Digital LDO regulator on
			11	μA	T _{MAX} = 125°C
Power-Down Mode Current					
AV _{DD}		0.01	1	μA	Analog LDO regulator off
			1.2	μA	T _{MAX} = 125°C
IOV _{DD}		0.13	1	μA	Digital LDO regulator off
OPERATING TEMPERATURE RANGE					
T _{MIN}	-40			°C	
T _{MAX}			105	°C	Wafer level chip scale package (WLCSP)
			125	°C	Lead frame chip scale package (LFCSP)

¹ 励起電流がディスエーブルになっている場合、デジタル入力 IOV_{DD} または DGND と等しくなります。² PGA_BYP_n = 1。PGA_BYP_n ビットは、対応する CONFIG_n レジスタ内にあります。詳細については [プログラマブル・ゲイン・アンプ](#) のセクションを参照してください。³ デューティ・サイクル・モードを有効にするには、ADC_CONTROL レジスタにおいて MODE = 0b1001 に設定します。DUTY_CYC_RATIO ビットは同じレジスタ内にあります。[デューティ・サイクル・モード](#) と [デューティ・サイクル・モードのタイミング](#) の各セクションを参照してください。⁴ これらの仕様については出荷テストを行っていませんが量産開始時の特性評価データで確認されています。

仕様

タイミング仕様

特に指定のない限り、 $AV_{DD} = 1.71V \sim 3.6V$ 、 $IOV_{DD} = 1.65V \sim 3.6V$ 、 $AV_{SS} = DGND = 0V$ 、入力ロジック 0 = $DGND = 0V$ 、入力ロジック 1 = IOV_{DD} 、内部 MCLK ($f_{MCLK} = 76.8kHz$)、温度範囲 = $T_{MIN} \sim T_{MAX}$ 、推奨デカップリング方法のセクションに従いデカップリング。全てのデジタル入力信号は、立上がり時間 (t_R) = 立下がり時間 (t_F) = 5ns に規定されています (IOV_{DD} の 10%~90% で、 $IOV_{DD}/2$ の電圧レベルから時間を計測)。

表 9. タイミング仕様

Parameter ¹	Symbol	Min	Max	Unit
REGISTER ACCESS IN 3-WIRE MODE ^{2, 3, 4}				
SCLK Cycle Time	t_{SCK}	200		ns
SCLK High Pulse Width	t_{SCKH}	90		ns
SCLK Low Pulse Width	t_{SCKL}	90		ns
DIN Data Setup Time	t_{DIN_SET}	10		ns
DIN Data Hold Time	t_{DIN_HOL}	10		ns
SCLK Falling Edge to DOUT Becomes Available	t_{DOUT_VALID}		80	ns
SCLK Falling Edge to DOUT Remains Available	t_{DOUT_HOL}	10		ns
SCLK Rising Edge to DOUT Disable Delay ⁵	$t_{DOUT_DIS_DEL}$			
DOUT_DIS_DEL = 0 ⁶		10		ns
DOUT_DIS_DEL = 1 ⁶		100		ns
Delay Between Consecutive Write Operations ⁷ (Last SCLK Rising to First SCLK Falling)	t_{WR_DEL}	$3/f_{MCLK}$	$4/f_{MCLK}$	sec
Data Ready ⁸ High Time if Data Ready is Low and the Next Conversion is Available	t_{RDYH}	$4/f_{MCLK}$		sec
Last SCLK Rising for SW Reset Serial Peripheral Interface (SPI) Transaction to First SCLK Falling for Next SPI Transaction	t_{RESET_DELAY}	$1920/f_{MCLK}$		sec
	IOVDD = 1.8 V to 3.6 V			
	IOVDD = 1.65 V to 1.79 V	11550/ f_{MCLK}		
REGISTER ACCESS IN 4-WIRE MODE ^{2, 3, 9}				
\overline{CS} Falling Edge to DOUT Enable Time ¹⁰	t_{DOUT_EN}		80	ns
\overline{CS} Setup Time: \overline{CS} Falling Edge to First SCLK Falling Edge	t_{CS_SET}	0		ns
\overline{CS} Hold Time: Last SCK Rising Edge to \overline{CS} Rising Edge Delay	t_{CS_HOL}	0		ns
\overline{CS} Rising Edge to DOUT Disable Time ¹⁰	t_{DOUT_DIS}		80	ns
\overline{CS} High Pulse Width (Between Read/Write Operations)	t_{CS_PW}	20		ns
\overline{CS} Rising Edge for SW Reset SPI Transaction to \overline{CS} Falling Edge for Next SPI Transaction	t_{RESET_DELAY}	$1920/f_{MCLK}$		sec
	IOVDD = 1.8 V to 3.6 V			
	IOVDD = 1.65 V to 1.79 V	11550/ f_{MCLK}		
CONTINUOUS READ MODE ¹¹				
Data Ready ⁸ Falling Edge to First SCLK Falling Edge	t_{RDYL_SCKL}	20		ns
SCLK Falling Edge to New DOUT Becomes Available	t_{DOUT_VALID}		80	ns
SYNCHRONIZATION MODE ¹²				
\overline{SYNC} Low Pulse Width	t_{SYNC_PW}	$4/f_{MCLK}$		sec
STANDBY MODE				
Wake-Up Time from SPI Write to Exit Standby Mode ¹³	t_{WU_STBY}		$36/f_{MCLK}$	sec
DUTY CYCLING				
Wake Up Time	t_{WU_DUTY}		$32/f_{MCLK}$	sec

¹ これらの仕様については出荷テストを行っていませんが量産開始時の特性評価データで確認されています。

² このデバイスは SPI モード 3 で動作します。つまり、SCLK はアイドル時にハイとなり、SCLK の立下がりエッジが DOUT の駆動エッジ、SCLK の立上がりエッジが DIN のサンプル・エッジです。

³ ADC_CONTROL レジスタにおいて CSB_EN = 0b0 (デフォルト) (3 線式モード)。このビットを 1 に変更すると 4 線式モードがイネーブルになります。

仕様

- 4 3線式モードのタイミング図のセクションを参照してください。
- 5 \overline{CS} ピンをローに保持します。
- 6 このビットは ADC_CONTROL レジスタ内にあり、同じレジスタにおいて CSB_EN = 0b0 の場合に限りアクティブになります。
- 7 \overline{SYNC} がハイ、または MM_CRC_ERR_EN = 0b1 の場合に限り、かつ ADC_CONTROL およびエラー・レジスタの書込みに限り適用されます。
- 8 データ・レディ信号関連のタイミング仕様については、INT ピンが考慮されます (IO_CONTROL レジスタの INT_PIN_SEL = 0b00)。[データ・レディ信号](#)のセクションを参照してください。
- 9 4線式モードのタイミング図のセクションを参照してください。
- 10 4線式モード (CSB_EN = 0b1) の場合、DOUT ピンは、 \overline{CS} の立下がりエッジ後にトライステート (\overline{CS} ピンがハイ) からイネーブルに変化し、 \overline{CS} の立下がりエッジ後にトライステートに戻ります。3線式モードでも、 \overline{CS} ピンを使用して DOUT ピンをイネーブル (\overline{CS} ピンをロー) にしたり、ディスエーブル (\overline{CS} ピンをハイ) にしたりできます。
- 11 ADC_CONTROL レジスタにおいて CONT_READ = 0b1 に設定すると、連続読出しモードをイネーブルにできます。詳細については、[連続読出しモードのタイミング図](#)および[連続読出しモード](#)の各セクションを参照してください。
- 12 システム同期のセクションを参照してください。
- 13 内部発振器は動作を維持しています。詳細については、[表 7](#) の内部クロックのウェイクアップ時間仕様およびスタンバイ・モードからの復帰タイミングのセクションを参照してください。

表 10. FIFO のタイミング仕様

Parameter ¹	Symbol	Min	Max	Unit
FIFO RELATED ²				
FIFO Ready Signal ³ High Time when FIFO Is Busy	t_{BSY}	$4/f_{MCLK}$		sec
FIFO Interrupt Signal ⁴ Rising Edge to FIFO Read Start (\overline{CS} Falling Edge or SCLK Falling Edge) ⁵	t_{INT_RD}	$1.5/f_{MCLK}$		sec
FIFO Quiet Time Between Write and Read Access (FIFO Ready Signal ³ Falling Edge to FIFO Read Start ⁶)	t_{QUIET1}	0		ns
SCLK Falling Edge to DOUT Becomes Available	t_{DOUT_VALID}		80	ns
SCLK Falling Edge to DOUT Remains Available	t_{DOUT_HOL}	10		ns
FIFO Quiet Time Between Read and Write Access (FIFO Read End ⁷ to FIFO Ready Signal ³ Rising Edge)	t_{QUIET2}	$4/f_{MCLK}$		sec
FIFO Clear Delay (After \overline{SYNC} Low or After Write to FIFO_CONTROL Register) ⁸	t_{CLR}^9		$8/f_{MCLK}$	sec
\overline{SYNC} Low Pulse Width to Clear FIFO	t_{SYNC_PW}	$4/f_{MCLK}$		sec

- ¹ これらの仕様は、製品テストを受けたものではありませんが、製品の初期リリース時に特性評価データで裏付けられています。
- ² [FIFO のタイミング図](#)および [FIFO](#) の各セクションを参照してください。
- ³ FIFO レディ信号に関連するタイミング仕様については、DOUT ピンが考慮されます。
- ⁴ FIFO 割込み信号に関連するタイミング仕様については、INT ピンが考慮されます (IO_CONTROL レジスタにおいて INT_PIN_SEL = 0b00)。
- ⁵ この仕様は FIFO ウォーターマーク割込みに適用されます。
- ⁶ \overline{CS} 立下がりエッジ (4線式モード) または SCLK 立下がりエッジ (3線式モードおよび \overline{CS} をローに接続)。
- ⁷ \overline{CS} 立下がりエッジ (4線式モード) または SCLK 立下がりエッジ (3線式モードおよび \overline{CS} をローに接続)。
- ⁸ [FIFO のクリア](#)のセクションを参照してください。
- ⁹ 設計により裏付けられています。

3 線式モードのタイミング図

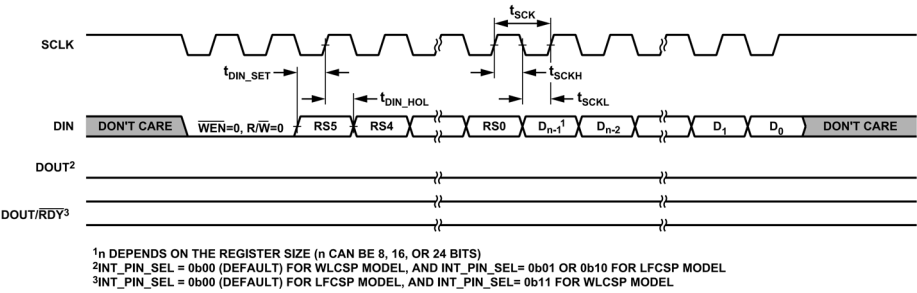
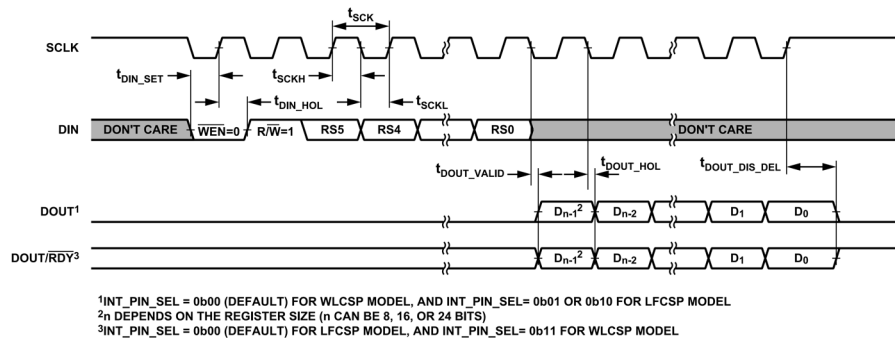
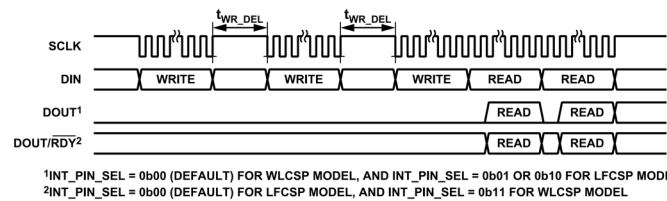
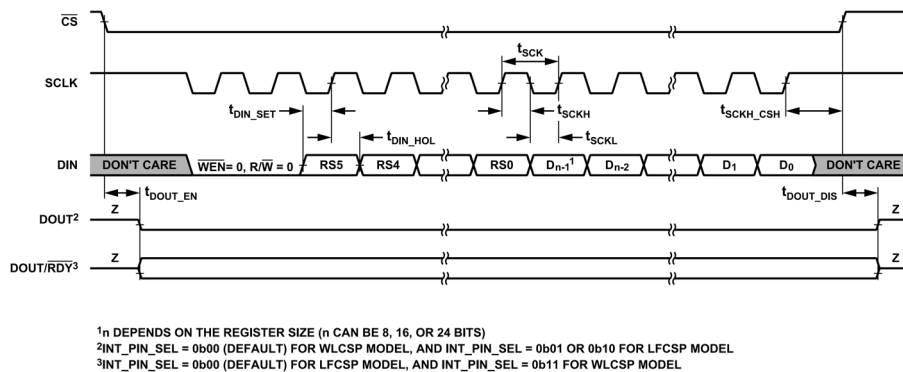
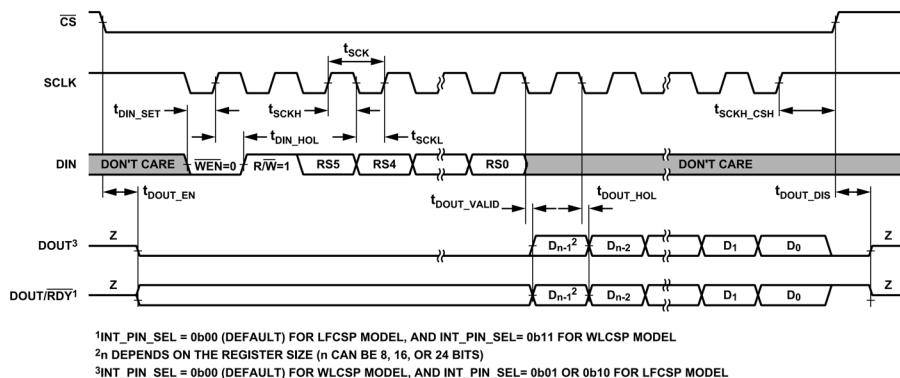


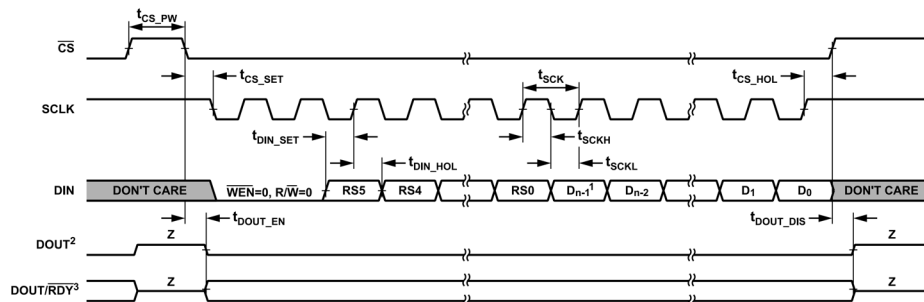
図 2. 書込みサイクルのタイミング図、3線式モード (CSB_EN ビットを 0 に設定)、 \overline{CS} ピンをローに接続

仕様

図 3. 読出しサイクルのタイミング図、3 線式モード（CSB_EN ビットを 0 に設定）、 $\overline{\text{CS}}$ ピンをローに接続図 4. 連続するシリアル動作間の遅延、3 線式モード（CSB_EN ビットを 0 に設定）、 $\overline{\text{CS}}$ ピンをローに接続図 5. 書き込みサイクルのタイミング図、3 線式モード（CSB_EN ビットを 0 に設定）、DOUT ピンをトライステートにするために $\overline{\text{CS}}$ ピンを使用図 6. 3 線式モード読出しサイクルのタイミング図、3 線式モード（CSB_EN ビットを 0 に設定）、DOUT ピンをトライステートにするために $\overline{\text{CS}}$ ピンを使用

仕様

4 線式モードのタイミング図

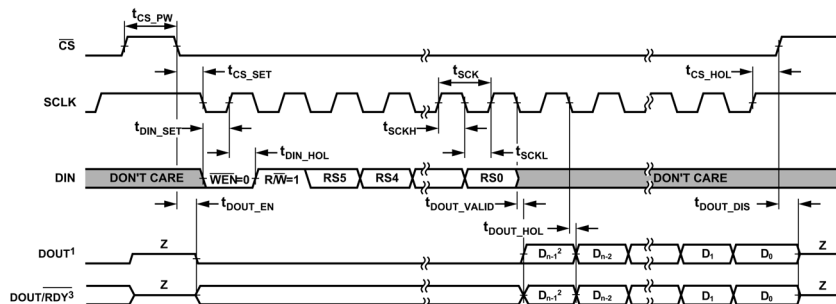


¹n DEPENDS ON THE REGISTER SIZE (n CAN BE 8, 16, OR 24 BITS)

²INT_PIN_SEL = 0b00 (DEFAULT) FOR WLCSP MODEL, AND INT_PIN_SEL = 0b01 OR 0b10 FOR LFCSP MODEL

³INT_PIN_SEL = 0b00 (DEFAULT) FOR LFCSP MODEL, AND INT_PIN_SEL = 0b11 FOR WLCSP MODEL

図 7. 書き込みサイクルのタイミング図、4 線式モード (CSB_EN ビットを 1 に設定)

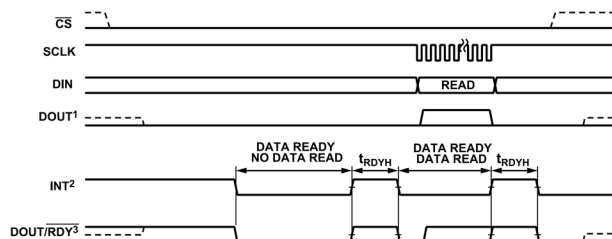


¹INT_PIN_SEL = 0b00 (DEFAULT) FOR WLCSP MODEL, AND INT_PIN_SEL = 0b01 OR 0b10 FOR LFCSP MODEL

²n DEPENDS ON THE REGISTER SIZE (n CAN BE 8, 16, OR 24 BITS)

³INT_PIN_SEL = 0b00 (DEFAULT) FOR LFCSP MODEL, AND INT_PIN_SEL = 0b11 FOR WLCSP MODEL

図 8. 読み出しサイクルのタイミング図、4 線式モード (CSB_EN ビットを 1 に設定)



¹INT_PIN_SEL = 0b00 (DEFAULT) FOR WLCSP MODEL, AND INT_PIN_SEL = 0b01 FOR LFCSP MODEL

²INT_PIN_SEL = 0b00 (DEFAULT) FOR WLCSP MODEL, INT_PIN AS DATA READY SIGNAL

³INT_PIN_SEL = 0b00 (DEFAULT) FOR LFCSP MODEL, AND INT_PIN_SEL = 0b11 FOR WLCSP MODEL

図 9. 最初にデータ・レディがローで次の変換が利用可能になった場合のデータ・レディのハイ時間

仕様

連続読出しモードのタイミング図

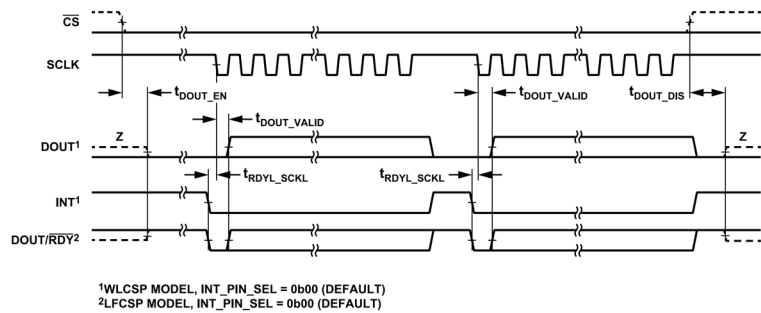


図 10. 連続読出しモードのタイミング

FIFO のタイミング図

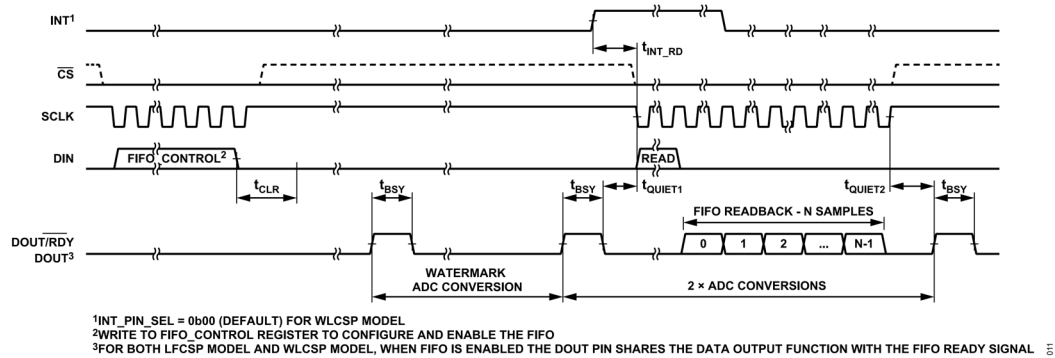


図 11. FIFO のタイミング (ウォーターマーク割込みあり)

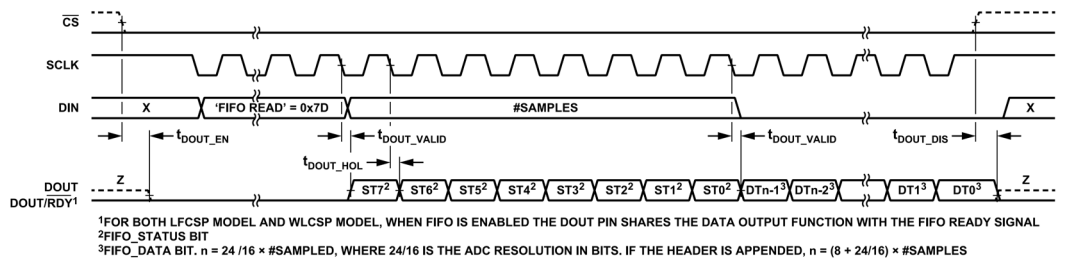


図 12. FIFO リードバックのタイミング図

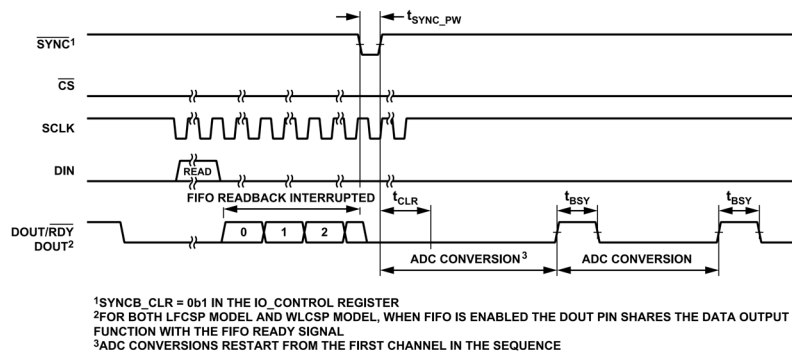


図 13. FIFO クリアのタイミング図

絶対最大定格

特に指定のない限り、 $T_A = 25^\circ\text{C}$ 。

表 11. 絶対最大定格

Parameter	Rating
AV_{DD} to AV_{SS}	-0.3 V to +3.96 V
IOV_{DD} to DGND	-0.3 V to +3.96 V
IOV_{DD} to AV_{SS}	-0.3 V to +5.94 V
AV_{SS} to DGND	-1.98 V to +0.3 V
$AINx$ to AV_{SS}	-0.3 V to $AV_{DD} + 0.3$ V
REFIN1(+), REFIN1(-) to AV_{SS}	-0.3 V to $AV_{DD} + 0.3$ V
Digital Inputs ¹ to DGND	-0.3 V to $IOV_{DD} + 0.3$ V
Digital Outputs ¹ to DGND	-0.3 V to $IOV_{DD} + 0.3$ V
$AINx$ /Digital Input Current	10 mA
Temperature	
Storage Range	-65°C to $+150^\circ\text{C}$
Junction (T_J)	150°C
Lead, Soldering Reflow	260°C , as per JEDEC J-STD-020

¹ デジタル入出力ピンの一覧については、[ピン配置およびピン機能の説明](#)のセクションを参照してください。

上記の絶対最大定格を超えるストレスを加えると、デバイスに恒久的な損傷を与えることがあります。この規定はストレス定格のみを指定するものであり、この仕様の動作のセクションに記載する規定値以上でのデバイス動作を定めたものではありません。デバイスを長時間にわたり絶対最大定格状態に置くと、デバイスの信頼性に影響を与えることがあります。

絶対最大定格のテストは個別に行われ、組み合わせで行われたものではありませんが、全ての定格はどのような構成に対しても適用されます。

熱特性

熱性能は、プリント回路基板（PCB）の設計と動作環境に直接関連しています。PCB の熱設計には、細心の注意を払う必要があります。

表 12 に仕様規定されている熱抵抗値は、JEDEC 仕様に基づいて計算されたものであり、JESD51-12 に適合するよう使用してください。

表 12. 熱抵抗

Package Type ¹	θ_{JA}	θ_{JB}	θ_{JC_TOP}	Ψ_{JB}	Ψ_{JT}	Unit
CB-35-3	46.2	11	0.32	4.4	0.2	$^\circ\text{C/W}$
CP-32-29	40.7	12.1	16	N/A ²	N/A ²	$^\circ\text{C/W}$

¹ 表 12 の値は、 6×11 個のサーマル・ビアを有する標準的な JEDEC 2S2P 熱試験ボードに基づいて計算されたものです。JEDEC JESD51 シリーズを参照してください。

² N/A は該当なしを意味します。

θ_{JA} 、 θ_{JB} 、 θ_{JC} は、記載された試験条件が全て同様な場合に、本デバイスのパッケージの熱性能を他の半導体パッケージと比較するのに主に使用されます。 θ_{JA} 、 θ_{JB} 、 θ_{JC} は、システム環境におけるジャンクション温度の一次近似に用いることができます。

テスト対象デバイス（DUT）の近くボード温度の正確な熱測定値、または、システム環境で動作しているパッケージ上面に直接接触しているボード温度の正確な熱測定値がわかる場合、WLCSP デバイスでは、 Ψ_{JB} または Ψ_{JT} を用いる方が、システム環境におけるデバイスの最も厳しい場合のジャンクション温度を推定するのに適した方法です。

JESD51 シリーズの JEDEC 規格に従う、表 12 に示したパラメータを使用することを推奨します。

AD4130-4 は、 T_J が制限値を超えると損傷を受ける可能性があります。絶対最高ジャンクション温度の仕様については、表 11 を参照してください。周囲温度を監視しても、 T_J が規定された最高温度制限値内にあることを保証できるわけではありません。高消費電力のアプリケーションや熱抵抗が高いアプリケーションでは、内部温度センサーを用いて T_J を監視しなければなりません。

静電放電（ESD）定格

以下の ESD 情報は、ESD に敏感なデバイスを取り扱うために示したものです。対象は ESD 保護区域内だけに限られます。

ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠の人体モデル（HBM）。

ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 準拠の電界誘起チャージ・デバイス・モデル（FICDM）。

ANSI/ESD STM5.2 準拠のマシン・モデル（MM）。MM 電圧値は特性評価にのみ使われます。

AD4130-4 の ESD 定格

表 13. AD4130-4、35 ボール WLCSP

ESD Model	Withstand Threshold (V)	Class
HBM	4000	3A
FICDM	500	C2a
MM	400	C

表 14. AD4130-4、32 ピン LFCSP

ESD Model	Withstand Threshold (V)	Class
HBM	4000	3A
FICDM	1000	C3
MM	400	C

ESD に関する注意



ESD（静電放電）の影響を受けやすいデバイスです。

電荷を帯びたデバイスや回路ボードは、検知されないまま放電することがあります。本製品は当社独自の特許技術である ESD 保護回路を内蔵してはいますが、デバイスが高エネルギーの静電放電を被った場合、損傷を生じる可能性があります。したがって、性能劣化や機能低下を防止するため、ESD に対する適切な予防措置を講じることをお勧めします。

ピン配置およびピン機能の説明

AD4130-4
TOP VIEW
(Not to Scale)

	1	2	3	4	5
A	AV _{DD}	INT	DIN	SCLK	\overline{CS}
B	REGCAPA	\overline{SYNC}	DOUT	CLK	IOV _{DD}
C	AV _{SS}	PSW	NC	NC	DGND
D	REFOUT	NC	NC	NC	REGCAPD
E	AIN7/ IOUT/ VBIAS/ REFIN2(-)	NC	NC	P0/INT	AIN0/ IOUT/ VBIAS
F	AIN6/ IOUT/ VBIAS/ REFIN2(+)	NC	REFIN1(+)	NC	AIN1/ IOUT/ VBIAS
G	AIN5/ IOUT/ VBIAS	AIN4/ IOUT/ VBIAS	REFIN1(-)	AIN3/ IOUT/ VBIAS/ P2	AIN2/ IOUT/ VBIAS/ P1

NOTES
1. NO CONNECT (NC). THESE PINS MUST BE MECHANICALLY SOLDERED TO THE PCB. THESE PINS CAN BE CONNECTED TO DGND OR LEFT ELECTRONICALLY FLOATING

図 14. WLCSP ピン配置

表 15. WLCSP のピン機能の説明

ピン番号	記号	タイプ ¹	説明
A1	AV _{DD}	S	AV _{SS} を基準としたアナログ電源電圧。電源のセクションを参照してください。
A2	INT	DO	割込みピン。INTピンは、FIFOが無効となっている場合、デフォルトでデータ・レディ信号として機能します。データ・レディ信号のセクションを参照してください。FIFOが有効な場合、INTピンはFIFO割込み信号に設定できます（FIFO割込みのセクションを参照）。
A3	DIN	DI	シリアル・データのロジック入力。DINピンのデータはADCの制御レジスタに転送され、COMMSレジスタのレジスタ選択ビット（RS、ビット[5:0]）で適切なレジスタが識別されます。デジタル・インターフェースのセクションを参照してください。
A4	SCLK	DI	シリアル・クロックのロジック入力。このシリアル・クロック入力は、ADCとのデータ転送に使用します。転送される全データが連続したパルス列である場合、シリアル・クロックも連続にすることができます。あるいは、SCLKはゲート・クロックとして動作でき、情報は小さなデータパッチごとにADCとの間で送受信されます。デジタル・インターフェースのセクションを参照してください。
A5	\overline{CS}	DI	チップ・セレクト（アクティブ・ロー）のロジック入力。 \overline{CS} は、シリアル・バスに複数のデバイスが接続されたシステムでADCを選択するために使用するか、デバイスと通信する際にフレーム同期信号として使用します。SPI診断機能を使用しない場合は、 \overline{CS} を常にローに固定できるため、SCLK、DIN、DOUTを用いて本デバイスとインターフェース接続し、ADCを3線式モードで動作させることができます。デジタル・インターフェースのセクションを参照してください。
B1	REGCAPA	S	アナログLDOレギュレータ出力。REGCAPAピンは0.1μFのコンデンサを用いてAV _{SS} からデカップリングします。REGCAPAピンには追加の負荷を接続しないことを推奨します。内蔵LDOのセクションを参照してください。
B2	\overline{SYNC}	DI	同期用ロジック入力。 \overline{SYNC} ピンは、複数のAD4130-4デバイスを使用する場合に、デジタル・フィルタとアナログ・モジュレータの同期を可能にするロジック入力です。システム同期のセクションを参照してください。また、 \overline{SYNC} ピンはFIFOをクリアするためにも使用できます。FIFOのクリアのセクションを参照してください。
B3	DOUT (WLCSP)	DO	シリアル・データのロジック出力。DOUTピンは、読み出しアクセス権のあるレジスタの内容をリードバックするための、シリアル・データ出力ピンとして機能します。デジタル・インターフェースのセクションを参照してください。
B4	CLK	DI/O	クロック入力およびクロックのロジック出力。内部クロックはこのピンから利用可能になります。あるいは、内部クロックをディスエーブルにして、ADCを外部クロックで動作させることもできます。ADCメイン・クロックのセクションを参照してください。CLKピンは、データ・レディ信号またはFIFO割込みの割込み源として用いることもできます（データ・レディ信号のセクションおよびFIFO割込みのセクションを参照してください）。CLKピンを使用しない場合はDGNDに接続します。
B5	IOV _{DD}	S	シリアル・インターフェースの電源電圧（1.65V～3.6V）。電源のセクションを参照してください。
C1	AV _{SS}	S	アナログ用電源電圧リファレンス。AV _{DD} の電圧は、AV _{SS} を基準としています。AV _{SS} は、DGNDに接続します。あるいは、AD4130-4に両電源を構成するために0V未満にできます。最小AV _{SS} は-1.8Vであり、AV _{DD} とAV _{SS} の差は、1.71Vから3.6Vの間でなければなりません。電源のセクションを参照してください。
C2	PSW	AI	AV _{SS} へのローサイド・パワー・スイッチ。パワーダウン・スイッチのセクションを参照してください。
C3, C4, D2, D3, D4, E2, E3, F2, F4	NC	N/A ²	接続なし。これらのピンは、PCBに機械的にハンダ付けしなければなりません。これらのピンはDGNDに接続するか、電氣的にフローティング状態のままにすることができます。

ピン配置およびピン機能の説明

表 15. WLCSP のピン機能の説明 (続き)

ピン番号	記号	タイプ ¹	説明
C5	DGND	S	デジタル／共通グラウンド基準ポイント。電源のセクションを参照してください。
D1	REFOUT	AO	内部リファレンス出力。内部電圧リファレンスのバッファされた出力は、REFOUT ピンで利用できます。内部リファレンスがアクティブの場合は、REFOUT ピンに 1nF のコンデンサが必要です。ADC リファレンスのセクションを参照してください。
D5	REGCAPD	S	デジタル LDO レギュレータ出力。REGCAPD ピンは 0.1μF のコンデンサを用いて DGND からデカップリングします。REGCAPD ピンには追加の負荷を接続しないことが推奨されます。内蔵 LDO のセクションを参照してください。
E1	AIN7/IOUT/VBIAS/ REFIN2(-)	AI/O	アナログ入力 7 (AIN7) (デフォルト)／内蔵励起電流源の出力／バイアス電圧／負のリファレンス入力。 内蔵励起電流源の出力 (IOUT)。内蔵のプログラマブル励起電流源は IOUT ピンから利用可能になります。IOUT1 または IOUT0 をこの出力に切り替えることができます。 バイアス電圧 (VBIAS)。VBIAS ピンでは、アナログ電源レール間の中間のバイアス電圧が出力されます。 負のリファレンス入力 (REFIN2(-))。REFIN2(-)ピンの入力範囲は AV _{SS} から AV _{DD} - 0.5V の間になります。
E4	P0/INT		汎用出力 0 (P0)。P0 ピンは汎用的な出力として使用でき、AV _{SS} と AV _{DD} の間で基準を取ります。AV _{SS} を DGND に接続し、IOV _{DD} を AV _{DD} に接続すると、P0 ピンはデジタル出力のように動作できます。P0 ピンは、データ・レディ信号または FIFO 割込みの割込みソースとして用いることもできます (データ・レディ信号のセクションおよび FIFO 割込みのセクションを参照)。
E5	AIN0/IOUT/VBIAS	AI/O	アナログ入力 0 (AIN0) (デフォルト)／内蔵励起電流源の出力／バイアス電圧。 内蔵励起電流源の出力 (IOUT)。内蔵のプログラマブル励起電流源は IOUT ピンから利用可能になります。IOUT1 または IOUT0 をこの出力に切り替えることができます。 バイアス電圧 (VBIAS)。VBIAS ピンでは、アナログ電源レール間の中間のバイアス電圧が出力されます。
F1	AIN6/IOUT/VBIAS/ REFIN2(+)	AI/O	アナログ入力 6 (AIN6) (デフォルト)／内蔵励起電流源の出力／バイアス電圧／正のリファレンス入力。 内蔵励起電流源の出力 (IOUT)。内蔵のプログラマブル励起電流源は IOUT ピンから利用可能になります。IOUT1 または IOUT0 をこの出力に切り替えることができます。 バイアス電圧 (VBIAS)。VBIAS ピンでは、アナログ電源レール間の中間のバイアス電圧が出力されます。 正のリファレンス入力 (REFIN2(+))。REFIN2(+)と REFIN2(-)の間に外部リファレンスを印加できます。REFIN2(+)の入力範囲は AV _{DD} から AV _{SS} + 0.5V の間になります。公称リファレンス電圧 (REFIN2(+)~REFIN2(-)) は 2.5V ですが、本デバイスは 0.5V~AV _{DD} のリファレンス電圧で動作します。
F3	REFIN1(+)	AI	正のリファレンス入力。REFIN1(+)と REFIN1(-)の間に外部リファレンスを印加できます。REFIN1(+)ピンの入力範囲は AV _{DD} から AV _{SS} + 0.5V の間になります。本デバイスは 0.5V~AV _{DD} のリファレンスで動作します。ADC リファレンスのセクションを参照してください。
F5	AIN1/IOUT/VBIAS	AI/O	アナログ入力 1 (AIN1) (デフォルト)／内蔵励起電流源の出力／バイアス電圧。 内蔵励起電流源の出力 (IOUT)。内蔵のプログラマブル励起電流源は IOUT ピンから利用可能になります。IOUT1 または IOUT0 をこの出力に切り替えることができます。 バイアス電圧 (VBIAS)。VBIAS ピンでは、アナログ電源レール間の中間のバイアス電圧が出力されます。
G1	AIN5/IOUT/VBIAS	AI/O	アナログ入力 5 (AIN5) (デフォルト)／内蔵励起電流源の出力／バイアス電圧。 内蔵励起電流源の出力 (IOUT)。内蔵のプログラマブル励起電流源は IOUT ピンから利用可能になります。IOUT1 または IOUT0 をこの出力に切り替えることができます。 バイアス電圧 (VBIAS)。VBIAS ピンでは、アナログ電源レール間の中間のバイアス電圧が出力されます。
G2	AIN4/IOUT/VBIAS	AI/O	アナログ入力 4 (AIN4) (デフォルト)／内蔵励起電流源の出力／バイアス電圧。 内蔵励起電流源の出力 (IOUT)。内蔵のプログラマブル励起電流源は IOUT ピンから利用可能になります。IOUT1 または IOUT0 をこの出力に切り替えることができます。 バイアス電圧 (VBIAS)。VBIAS ピンでは、アナログ電源レール間の中間のバイアス電圧が出力されます。
G3	REFIN1(-)	AI	負のリファレンス入力。REFIN1(-)ピンの入力範囲は AV _{SS} から AV _{DD} - 0.5V の間になります。ADC リファレンスのセクションを参照してください。

ピン配置およびピン機能の説明

表 15. WLCSP のピン機能の説明（続き）

ピン番号	記号	タイプ ¹	説明
G4	AIN3/IOUT/VBIAS/P2	AI/O	アナログ入力 3 (AIN3)（デフォルト）／内蔵励起電流源の出力／バイアス電圧／汎用出力 2。 内蔵励起電流源の出力 (IOUT)。内蔵のプログラマブル励起電流源は IOUT ピンから利用可能になります。IOUT1 または IOUT0 をこの出力に切り替えることができます。 バイアス電圧 (VBIAS)。VBIAS ピンでは、アナログ電源レール間の中間のバイアス電圧が出力されます。 汎用出力 2 (P2)。P2 ピンは汎用的な出力として使用でき、AV _{SS} と AV _{DD} の間で基準を取ります。AV _{SS} を DGND に接続し、IOV _{DD} を AV _{DD} に接続すると、P2 ピンはデジタル出力のように動作できます。
G5	AIN2/IOUT/VBIAS/P1	AI/O	アナログ入力 2 (AIN2)（デフォルト）／内蔵励起電流源の出力／バイアス電圧／汎用出力 1。 内蔵励起電流源の出力 (IOUT)。内蔵のプログラマブル励起電流源は IOUT ピンから利用可能になります。IOUT1 または IOUT0 をこの出力に切り替えることができます。 バイアス電圧 (VBIAS)。VBIAS ピンでは、アナログ電源レール間の中間のバイアス電圧が出力されます。 汎用出力 1 (P1)。P1 ピンは汎用的な出力として使用でき、AV _{SS} と AV _{DD} の間で基準を取ります。AV _{SS} を DGND に接続し、IOV _{DD} を AV _{DD} に接続すると、P1 ピンはデジタル出力のように動作できます。

¹ AO はアナログ出力、S は電源、AI はアナログ入力、AI/O はアナログ入力または出力、DI はデジタル入力、DO はデジタル出力、DI/O はデジタル入力または出力です。

² N/A は該当なしを意味します。

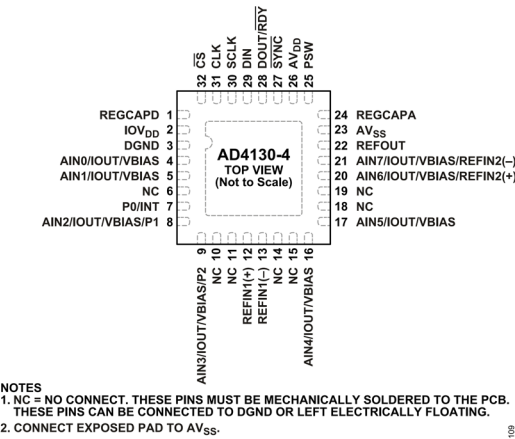


図 15. LFCSP のピン配置

表 16. LFCSP のピン機能の説明

ピン番号	記号	タイプ ¹	説明
1	REGCAPD	S	デジタル LDO レギュレータ出力。REGCAPD ピンは 0.1μF のコンデンサを用いて DGND からデカップリングします。REGCAPD ピンには追加の負荷を接続しないことが推奨されます。内蔵 LDO のセクションを参照してください。
2	IOV _{DD}	S	シリアル・インターフェースの電源電圧 (1.65V~3.6V)。電源のセクションを参照してください。
3	DGND	S	デジタル／共通グラウンド基準ポイント。電源のセクションを参照してください。
4	AIN0/IOUT/VBIAS	AI/O	アナログ入力 0 (AIN0)（デフォルト）／内蔵励起電流源の出力／バイアス電圧。 内蔵励起電流源の出力 (IOUT)。内蔵のプログラマブル励起電流源は IOUT ピンから利用可能になります。IOUT1 または IOUT0 をこの出力に切り替えることができます。 バイアス電圧 (VBIAS)。VBIAS ピンでは、アナログ電源レール間の中間のバイアス電圧が出力されます。
5	AIN1/IOUT/VBIAS	AI/O	アナログ入力 1 (AIN1)（デフォルト）／内蔵励起電流源の出力／バイアス電圧。 内蔵励起電流源の出力 (IOUT)。内蔵のプログラマブル励起電流源は IOUT ピンから利用可能になります。IOUT1 または IOUT0 をこの出力に切り替えることができます。 バイアス電圧 (VBIAS)。VBIAS ピンでは、アナログ電源レール間の中間のバイアス電圧が出力されます。

ピン配置およびピン機能の説明

表 16. LFCSP のピン機能の説明（続き）

ピン番号	記号	タイプ ¹	説明
7	P0/INT		汎用出力 0 (P0)。P0 ピンは汎用的な出力として使用でき、AV _{SS} と AV _{DD} の間で基準を取ります。AV _{SS} を DGND に接続し、IOV _{DD} を AV _{DD} に接続すると、P0 ピンはデジタル出力として動作できます。P0 ピンは、データ・レディ信号または FIFO 割込みの割込みソースとして用いることもできます（データ・レディ信号のセクションおよび FIFO 割込みのセクションを参照）。
6, 10, 11, 14, 15, 18, 19	NC	N/A ²	接続なし。これらのピンは、PCB に機械的にハンダ付けしなければなりません。これらのピンは DGND に接続するか、電氣的にフローティング状態のままにすることができます。
8	AIN2/IOUT/VBIAS/P1	AI/O	アナログ入力 2 (AIN2)（デフォルト）／内蔵励起電流源の出力／バイアス電圧／汎用出力 1。内蔵励起電流源の出力 (IOUT)。内蔵のプログラマブル励起電流源は IOUT ピンから利用可能になります。IOUT1 または IOUT0 をこの出力に切り替えることができます。バイアス電圧 (VBIAS)。VBIAS ピンでは、アナログ電源レール間の中間のバイアス電圧が出力されます。
9	AIN3/IOUT/VBIAS/P2	AI/O	汎用出力 1 (P1)。P1 ピンは汎用的な出力として使用でき、AV _{SS} と AV _{DD} の間で基準を取ります。AV _{SS} を DGND に接続し、IOV _{DD} を AV _{DD} に接続すると、P1 ピンはデジタル出力として動作できます。アナログ入力 3 (AIN3)（デフォルト）／内蔵励起電流源の出力／バイアス電圧／汎用出力 2。内蔵励起電流源の出力 (IOUT)。内蔵のプログラマブル励起電流源は IOUT ピンから利用可能になります。IOUT1 または IOUT0 をこの出力に切り替えることができます。バイアス電圧 (VBIAS)。VBIAS ピンでは、アナログ電源レール間の中間のバイアス電圧が出力されます。
12	REFIN1(+)	AI	汎用出力 2 (P2)。P2 ピンは汎用的な出力として使用でき、AV _{SS} と AV _{DD} の間で基準を取ります。AV _{SS} を DGND に接続し、IOV _{DD} を AV _{DD} に接続すると、P2 ピンはデジタル出力として動作できます。正のリファレンス入力。REFIN1(+) と REFIN1(-) の間に外部リファレンスを印加できます。REFIN1(+) ピンの入力範囲は AV _{DD} から AV _{SS} + 0.5V の間になります。本デバイスは 0.5V ~ AV _{DD} のリファレンスで動作します。ADC リファレンスのセクションを参照してください。
13	REFIN1(-)	AI	負のリファレンス入力。REFIN1(-) ピンの入力範囲は AV _{SS} から AV _{DD} - 0.5V の間になります。ADC リファレンスのセクションを参照してください。
16	AIN4/IOUT/VBIAS	AI/O	アナログ入力 10 (AIN10)（デフォルト）／内蔵励起電流源の出力／バイアス電圧。内蔵励起電流源の出力 (IOUT)。内蔵のプログラマブル励起電流源は IOUT ピンから利用可能になります。IOUT1 または IOUT0 をこの出力に切り替えることができます。バイアス電圧 (VBIAS)。VBIAS ピンでは、アナログ電源レール間の中間のバイアス電圧が出力されます。
17	AIN5/IOUT/VBIAS	AI/O	アナログ入力 11 (AIN11)（デフォルト）／内蔵励起電流源の出力／バイアス電圧。内蔵励起電流源の出力 (IOUT)。内蔵のプログラマブル励起電流源は IOUT ピンから利用可能になります。IOUT1 または IOUT0 をこの出力に切り替えることができます。バイアス電圧 (VBIAS)。VBIAS ピンでは、アナログ電源レール間の中間のバイアス電圧が出力されます。
20	AIN6/IOUT/VBIAS/REFIN2(+)	AI/O	アナログ入力 6 (AIN6)（デフォルト）／内蔵励起電流源の出力／バイアス電圧／正のリファレンス入力。内蔵励起電流源の出力 (IOUT)。内蔵のプログラマブル励起電流源は IOUT ピンから利用可能になります。IOUT1 または IOUT0 をこの出力に切り替えることができます。バイアス電圧 (VBIAS)。VBIAS ピンでは、アナログ電源レール間の中間のバイアス電圧が出力されます。正のリファレンス入力 (REFIN2(+))。REFIN2(+) と REFIN2(-) の間に外部リファレンスを印加できます。REFIN2(+) の入力範囲は AV _{DD} から AV _{SS} + 0.5V の間になります。公称リファレンス電圧 (REFIN2(+)) ~ REFIN2(-) は 2.5V ですが、本デバイスは 0.5V ~ AV _{DD} のリファレンス電圧で動作します。
21	AIN7/IOUT/VBIAS/REFIN2(-)	AI/O	アナログ入力 7 (AIN7)（デフォルト）／内蔵励起電流源の出力／バイアス電圧／負のリファレンス入力。内蔵励起電流源の出力 (IOUT)。内蔵のプログラマブル励起電流源は IOUT ピンから利用可能になります。IOUT1 または IOUT0 をこの出力に切り替えることができます。バイアス電圧 (VBIAS)。VBIAS ピンでは、アナログ電源レール間の中間のバイアス電圧が出力されます。負のリファレンス入力 (REFIN2(-))。REFIN2(-) ピンの入力範囲は AV _{SS} から AV _{DD} - 0.5V の間になります。

ピン配置およびピン機能の説明

表 16. LFCSP のピン機能の説明（続き）

ピン番号	記号	タイプ ¹	説明
22	REFOUT	AO	内部リファレンス出力。内部電圧リファレンスのバッファされた出力は、REFOUT ピンで利用できます。内部リファレンスがアクティブの場合は、REFOUT ピンに 1nF のコンデンサが必要です。 ADC リファレンス のセクションを参照してください。
23	AV _{SS}	S	アナログ電源電圧リファレンス。AV _{DD} の電圧は、AV _{SS} を基準としています。AV _{SS} は、DGNDに接続します。あるいは、AD4130-4に両電源を構成するために0V未満にできます。最小AV _{SS} は-1.8Vであり、AV _{DD} とAV _{SS} の差は、1.71Vから3.6Vの間でなければなりません。 電源 のセクションを参照してください。
24	REGCAPA	S	アナログ LDO レギュレータ出力。REGCAPA ピンは 0.1μF のコンデンサを用いて AV _{SS} からデカップリングします。REGCAPA ピンには追加の負荷を接続しないことを推奨します。 内蔵 LDO のセクションを参照してください。
25	PSW	AI	AV _{SS} へのローサイド・パワー・スイッチ。 パワーダウン・スイッチ のセクションを参照してください。
26	AV _{DD}	S	AV _{SS} を基準としたアナログ電源電圧。 電源 のセクションを参照してください。
27	$\overline{\text{SYNC}}$	DI	同期用ロジック入力。 $\overline{\text{SYNC}}$ ピンは、複数の AD4130-4 デバイスを使用する場合に、デジタル・フィルタとアナログ・モジュレータの同期を可能にするロジック入力です。 システム同期 のセクションを参照してください。また、 $\overline{\text{SYNC}}$ ピンは FIFO をクリアするためにも使用できます。 FIFO のクリア のセクションを参照してください。
28	DOUT/ $\overline{\text{RDY}}$ (LFCSP)	DO	シリアル・データのロジック出力。DOUT/ $\overline{\text{RDY}}$ ピンはシリアル・データの出力ピンとして機能し、読み出しアクセス権のあるレジスタの内容をリードバックします。 デジタル・インターフェース のセクションを参照してください。
29	DIN	DI	シリアル・データのロジック入力。DIN ピンのデータは ADC の制御レジスタに転送され、COMMS レジスタのレジスタ選択ビット (RS、ビット[5:0]) で適切なレジスタが識別されます。 デジタル・インターフェース のセクションを参照してください。
30	SCLK	DI	シリアル・クロックのロジック入力。このシリアル・クロック入力は、ADC とのデータ転送に使用します。転送される全データが連続したパルス列である場合、シリアル・クロックも連続にすることができます。あるいは、SCLK はゲート・クロックとして動作でき、情報は小さなデータパッチごとに ADC との間で送受信されます。 デジタル・インターフェース のセクションを参照してください。
31	CLK	DI/O	クロック入力およびクロックのロジック出力。内部クロックはこのピンから利用可能になります。あるいは、内部クロックをディセーブルにして、ADC を外部クロックで動作させることもできます。 ADC メイン・クロック のセクションを参照してください。CLK ピンは、データ・レディ信号または FIFO 割込みの割込み源として用いることもできます（ データ・レディ信号 のセクションおよび FIFO 割込み のセクションを参照してください）。CLK ピンを使用しない場合は DGND に接続します。
32	$\overline{\text{CS}}$	DI	チップ・セレクト（アクティブ・ロー）のロジック入力。 $\overline{\text{CS}}$ は、シリアル・バスに複数のデバイスが接続されたシステムで ADC を選択するために使用するか、デバイスと通信する際にフレーム同期信号として使用します。SPI 診断機能を使用しない場合は、 $\overline{\text{CS}}$ を常にローに固定できるため、SCLK、DIN、DOUT を用いて本デバイスとインターフェース接続し、ADC を 3 線式モードで動作させることができます。 デジタル・インターフェース のセクションを参照してください。

¹ AO はアナログ出力、S は電源、AI はアナログ入力、AI/O はアナログ入力または出力、DI はデジタル入力、DO はデジタル出力、DI/O はデジタル入力または出力です。

² N/A は該当なしを意味します。

代表的な性能特性

特に指定のない限り、 $AV_{DD} = 3.3V$ 、 $IOV_{DD} = 1.8V$ 、 $AV_{SS} = DGND = 0V$ 、 $V_{REF} = 2.5V$ （内部）、内部 MCLK、 $T_A = 25^\circ C$ 、 sinc^3 フィルタ、 $FS = 48$ 、ゲイン = 1、PGA イネーブル、リファレンス・バッファをバイパス、[推奨デカップリング方法](#)のセクションの説明に従いデカップリング。

オフセット誤差およびゲイン誤差

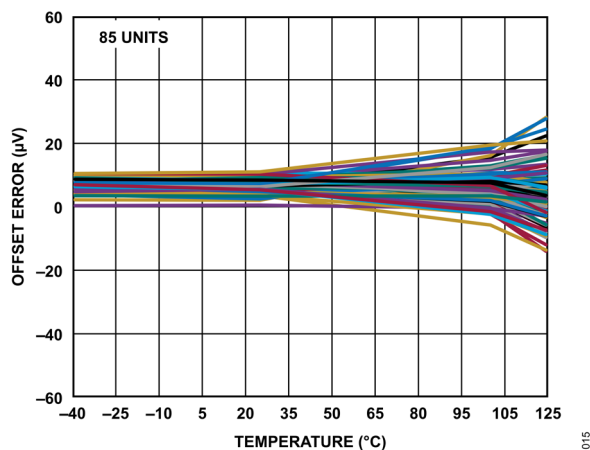


図 16. オフセット誤差と温度の関係（ゲイン = 1、校正前）

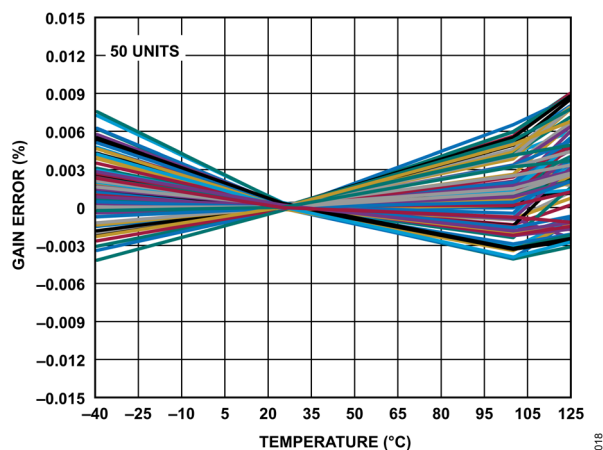


図 19. ゲイン誤差と温度の関係（ゲイン = 1、工場校正済み）

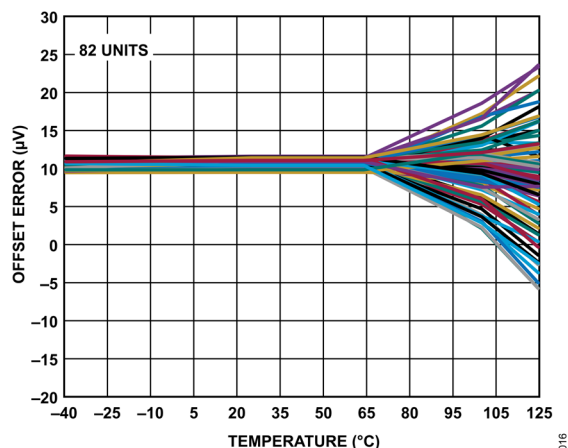


図 17. オフセット誤差と温度の関係（ゲイン = 8、校正前）

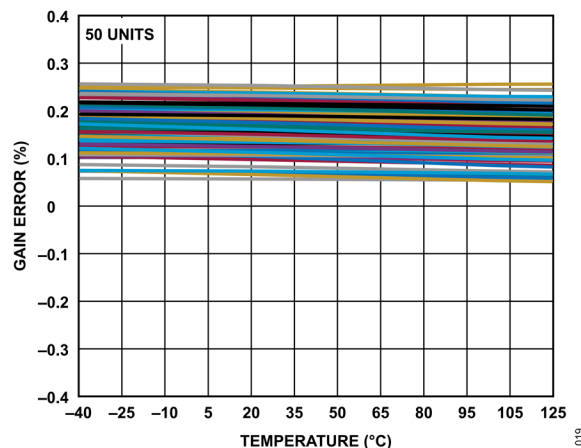


図 20. ゲイン誤差と温度の関係（ゲイン = 8、校正前）

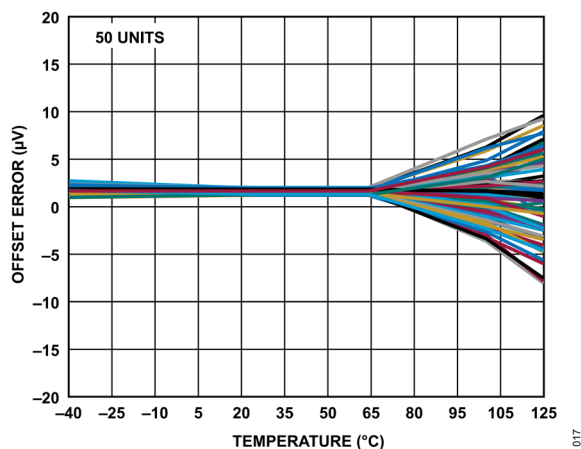


図 18. オフセット誤差と温度の関係（ゲイン = 32、校正前）

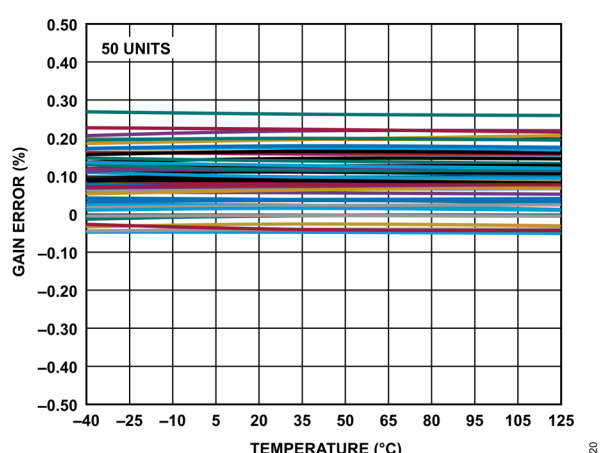


図 21. ゲイン誤差と温度の関係（ゲイン = 32、校正前）

代表的な性能特性

INL 誤差および発振器

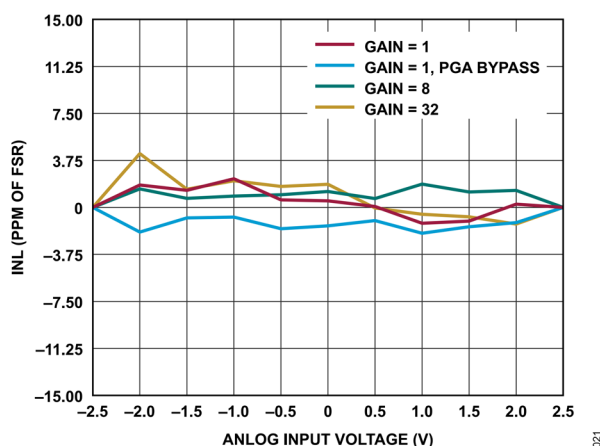


図 22. 様々なゲインでの INL 誤差と差動入力振幅の関係 (sinc³フィルタ、ODR = 50SPS、2.5V の内部リファレンス)

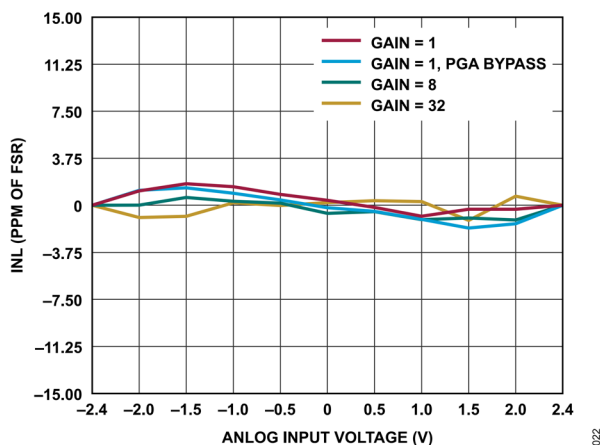


図 23. 様々なゲインでの INL 誤差と差動入力振幅の関係 (sinc³フィルタ、ODR = 50SPS、2.5V の外部リファレンス)

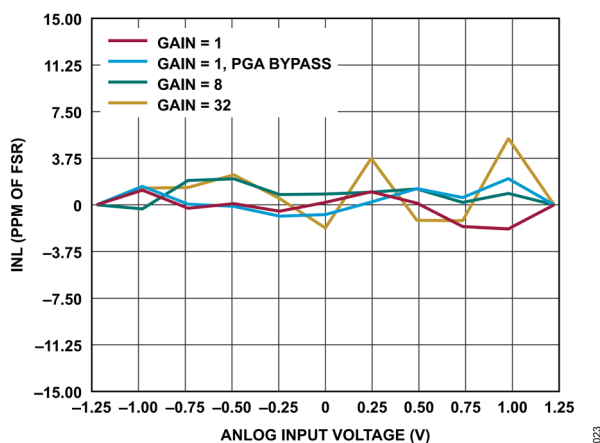


図 24. 様々なゲインでの INL 誤差と差動入力振幅の関係 (sinc³フィルタ、ODR = 50SPS、AV_{DD} = 1.8V、1.25V の内部リファレンス)

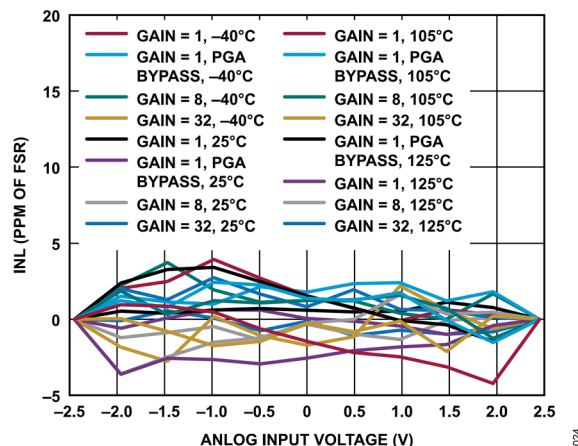


図 25. 様々なゲインおよび温度での INL 誤差と差動入力振幅の関係 (sinc³フィルタ、ODR = 50SPS、2.5V の内部リファレンス)

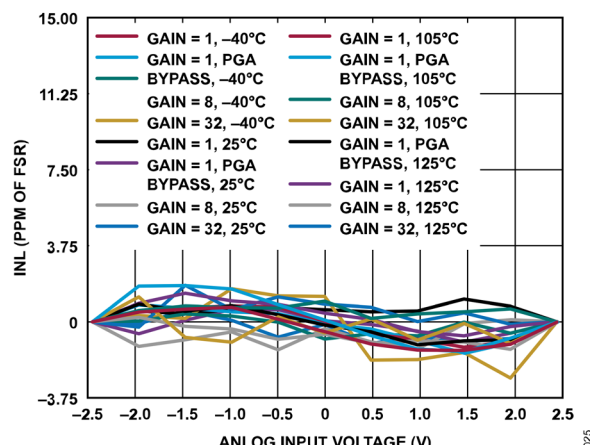


図 26. 様々なゲインおよび温度での INL 誤差と差動入力振幅の関係 (sinc³フィルタ、ODR = 50SPS、2.5V の外部リファレンス)

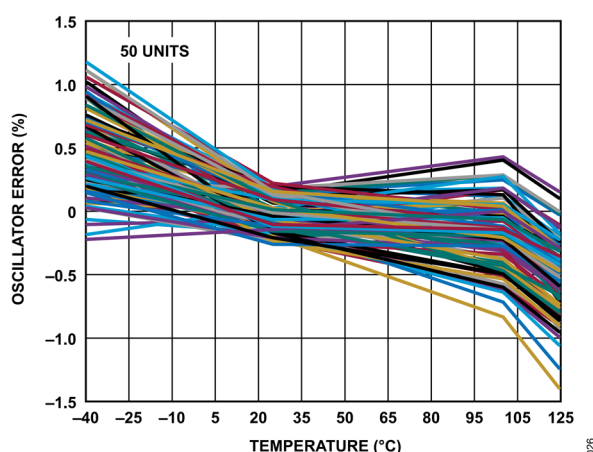


図 27. 内蔵発振器の誤差と温度の関係

代表的な性能特性

ノイズ

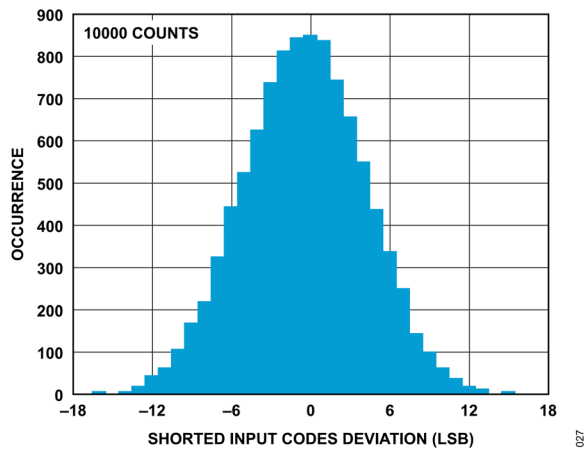


図 28. ノイズのヒストグラム図 (sinc³フィルタ、ODR = 50SPS、ゲイン = 1、2.5V の内部リファレンス)

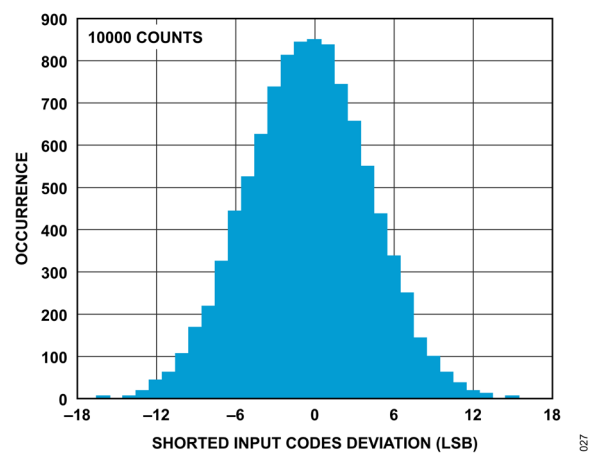


図 31. ノイズのヒストグラム図 (sinc⁴フィルタ、ODR = 240SPS、ゲイン = 1、1.25V の内部リファレンス)

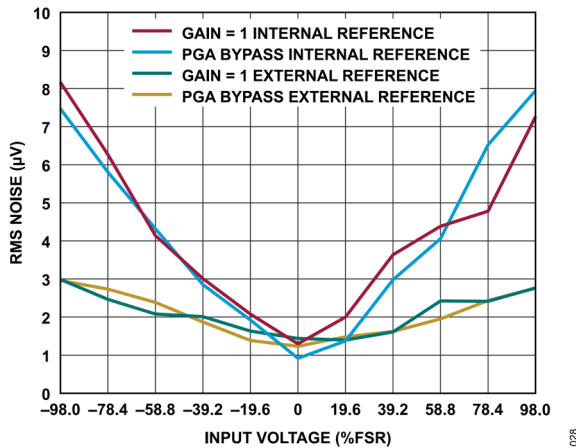


図 29. 実効値ノイズとアナログ入力電圧の関係 (sinc³フィルタ、ODR = 50SPS、ゲイン = 1 および PGA をバイパスしてゲイン = 1、2.5V のリファレンス)

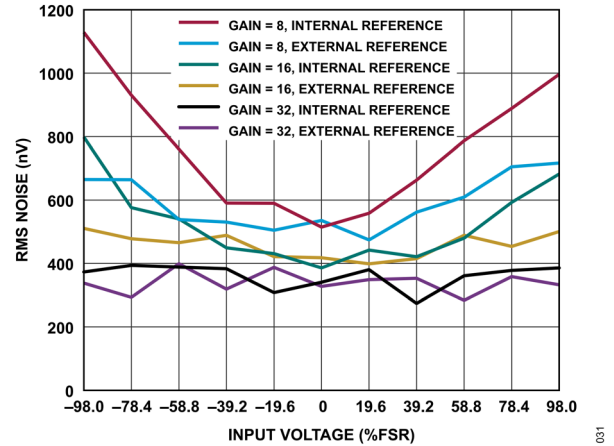


図 32. 実効値ノイズとアナログ入力電圧の関係 (sinc³フィルタ、ODR = 50SPS、ゲイン = 8、ゲイン = 16、ゲイン = 32、2.5V のリファレンス)

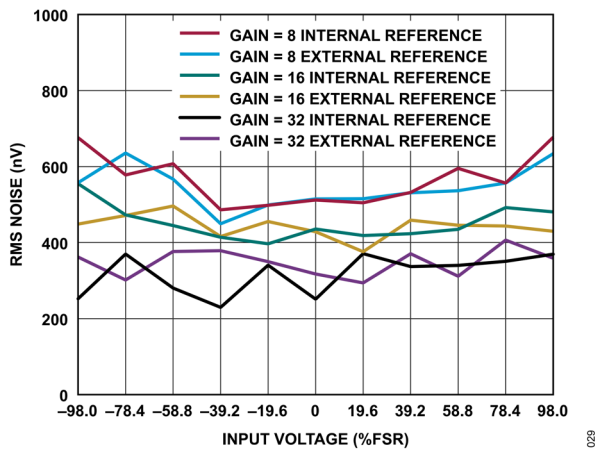


図 30. 実効値ノイズとアナログ入力電圧の関係 (sinc³フィルタ、ODR = 50SPS、ゲイン = 8、ゲイン = 16、ゲイン = 32、1.25V のリファレンス)

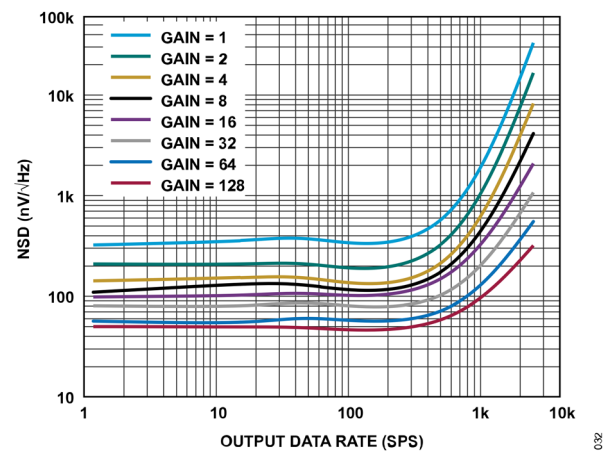


図 33. 様々なゲインでの NSD と出力データレートの関係 (sinc³フィルタ、2.5V の外部リファレンス)

代表的な性能特性

アナログ入力電流

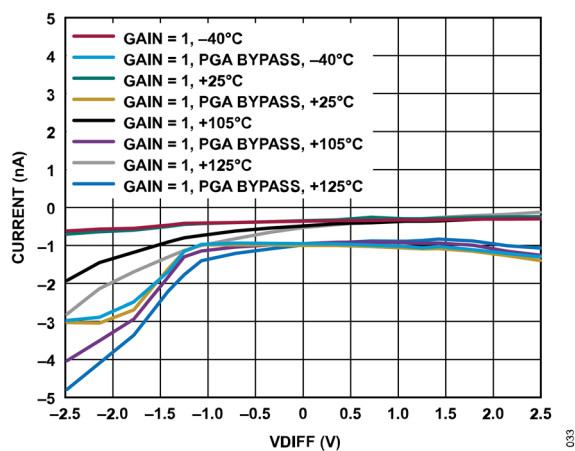


図 34. 様々な温度での絶対 AINP 電流と差動 AIN 電圧 (VDIFF) の関係 (ゲイン = 1、VCM = $AV_{DD}/2$)

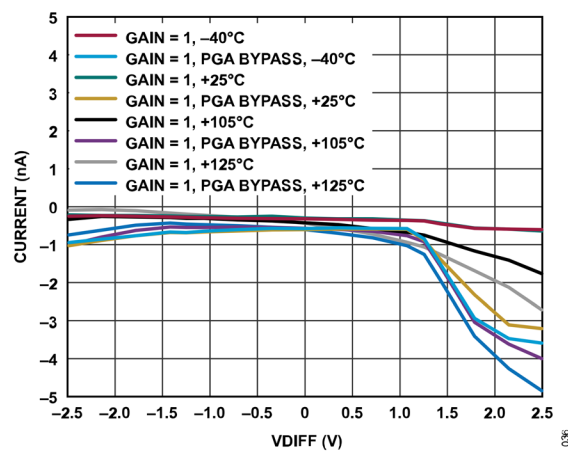


図 37. 様々な温度での絶対 AINM 電流と VDIFF の関係 (ゲイン = 1、VCM = $AV_{DD}/2$)

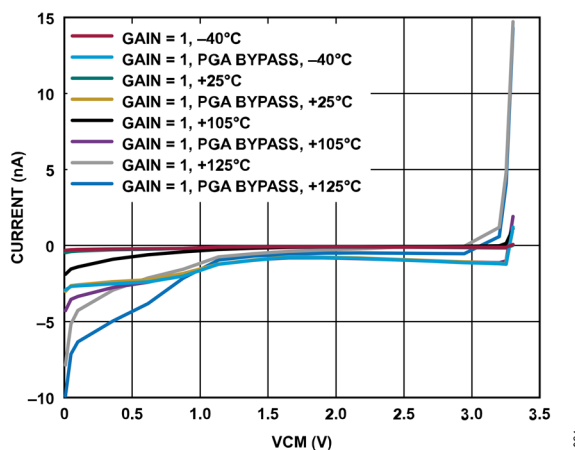


図 35. 様々な温度での絶対 AINP 電流と AIN コモンモード電圧 (VCM) の関係 (ゲイン = 1、VDIFF = 0V)

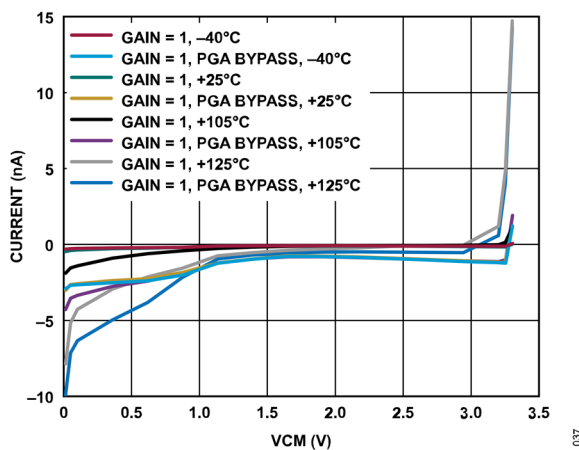


図 38. 様々な温度での絶対 AINM 電流と VCM の関係 (ゲイン = 1、VDIFF = 0V)

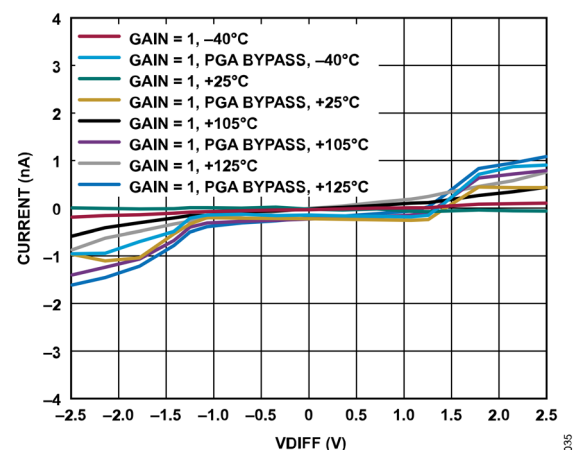


図 36. 様々な温度での差動 AIN 電流と VDIFF の関係 (ゲイン = 1、VCM = $AV_{DD}/2$)

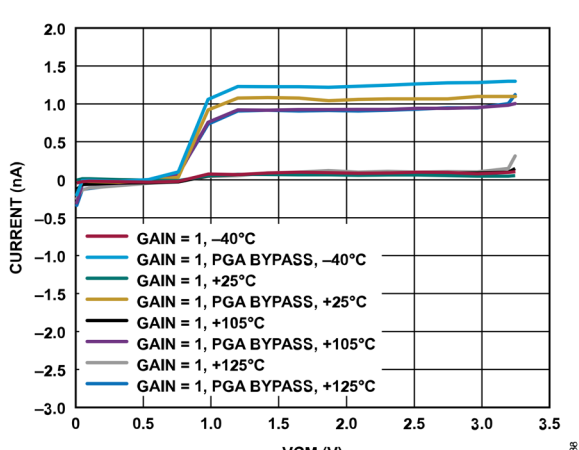


図 39. 様々な温度での差動 AIN 電流と VCM の関係 (ゲイン = 1、VCM = $AV_{DD}/2$)

代表的な性能特性

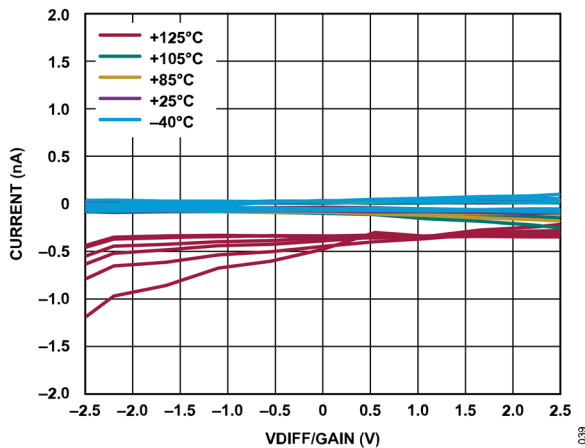


図 40. 様々な温度での絶対 AINP 電流と正規化された差動 AIN 電圧 (VDIFF/ゲイン) の関係
(ゲイン = 2~128、VCM = $AV_{DD}/2$)

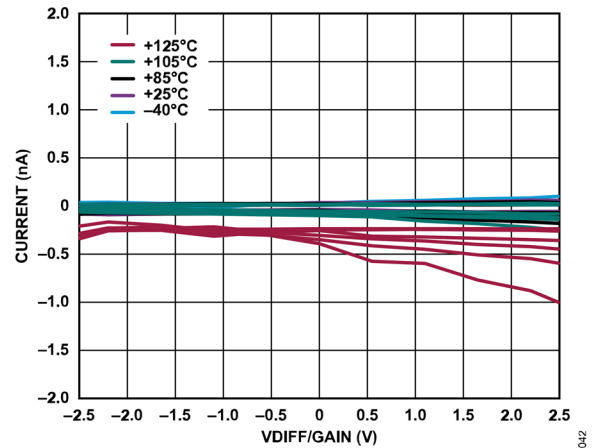


図 43. 様々な温度での絶対 AINM 電流と VDIFF/ゲインの関係
(ゲイン = 2~128、VCM = $AV_{DD}/2$)

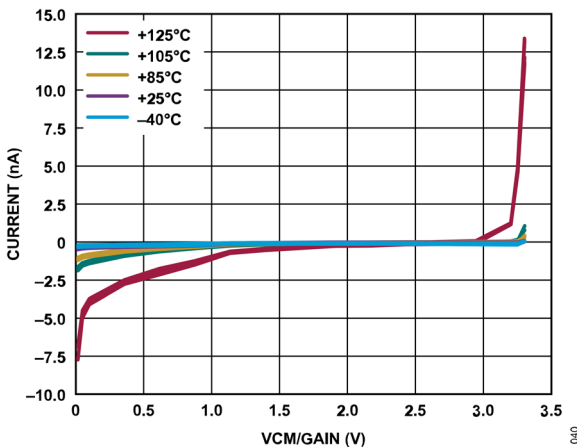


図 41. 様々な温度での絶対 AINP 電流と正規化された AIN コモンモード電圧 (VCM/ゲイン) の関係
(ゲイン = 2~128、VDIFF = 0V)

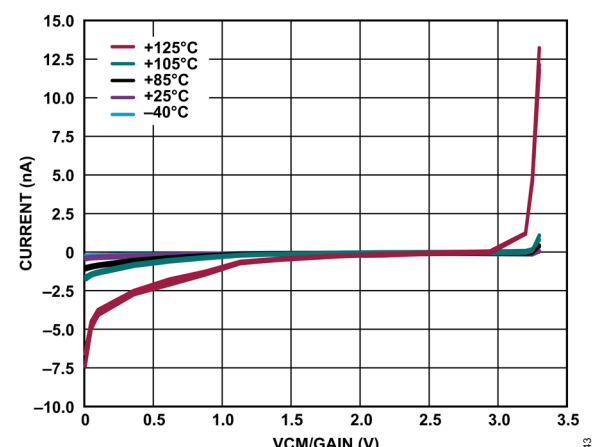


図 44. 様々な温度での絶対 AINM 電流と VCM/ゲインの関係
(ゲイン = 2~128、VDIFF = 0V)

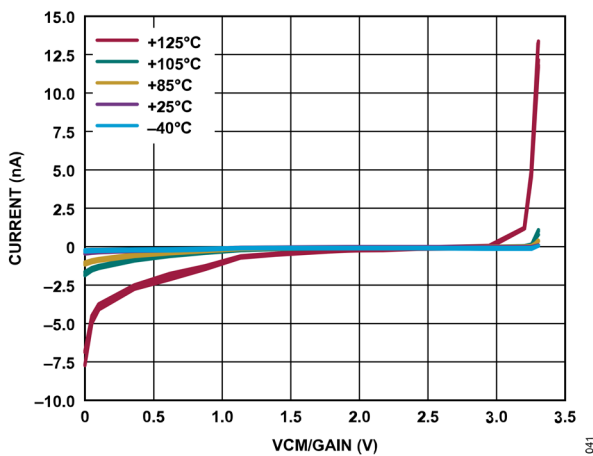


図 42. 様々な温度での差動 AIN 電流と VDIFF/ゲインの関係
(ゲイン = 2~128、VCM = $AV_{DD}/2$)

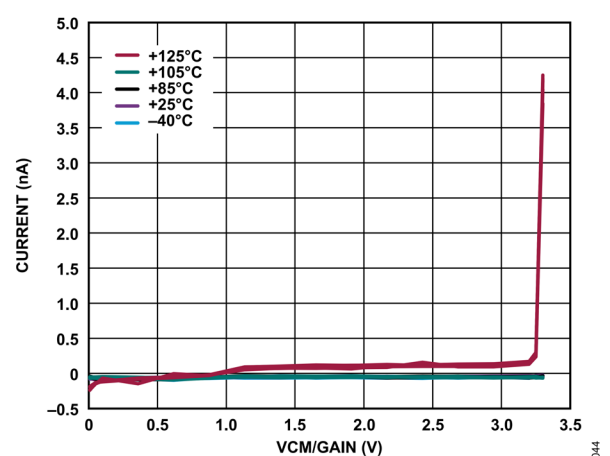
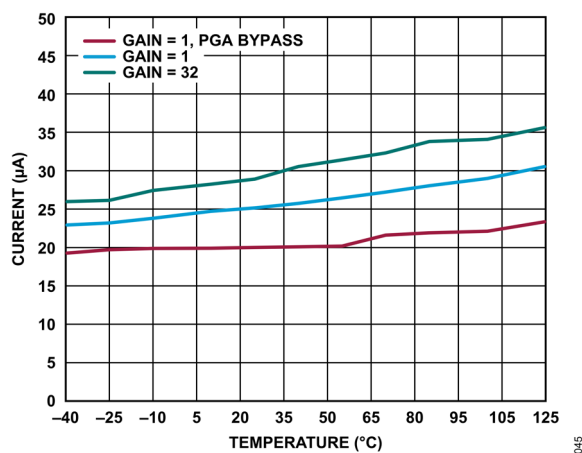
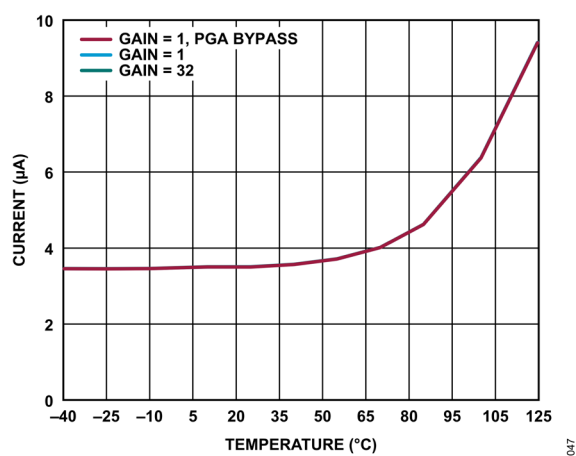
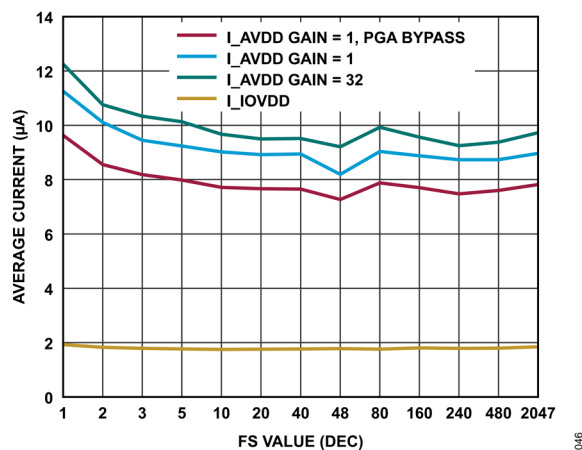
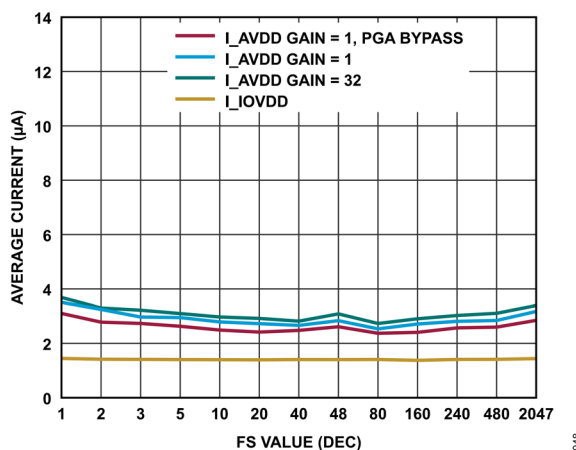


図 45. 様々な温度での差動 AIN 電流と VCM/ゲインの関係
(ゲイン = 2~128、VDIFF = 0V)

代表的な性能特性

電源電流

図 46. 様々なゲインでの AV_{DD} 電流と温度の関係図 48. IOV_{DD} 電流と温度の関係図 47. デューティ・サイクル動作時の消費電流 (AV_{DD} および IOV_{DD})、DUTY_CYC_RATIO = 1/4 (I_AVDD は AV_{DD} 電流、I_IOVDD は IOV_{DD} 電流)図 49. デューティ・サイクル動作時の消費電流 (AV_{DD} および IOV_{DD})、DUTY_CYC_RATIO = 1/16

代表的な性能特性

リファレンス入力電流

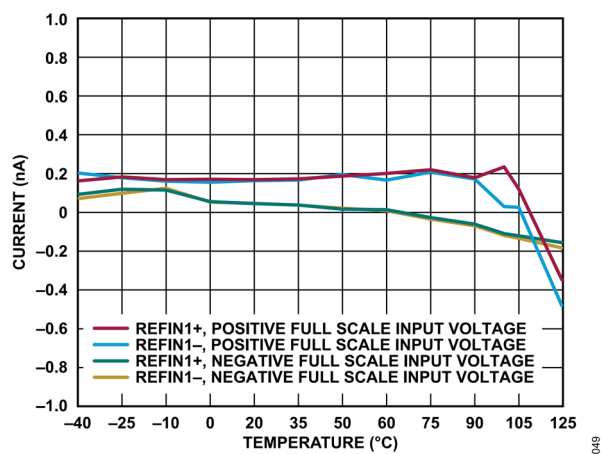


図 50. リファレンス入力電流と温度の関係
(リファレンス・バッファをオン、2.5V の外部リファレンス)

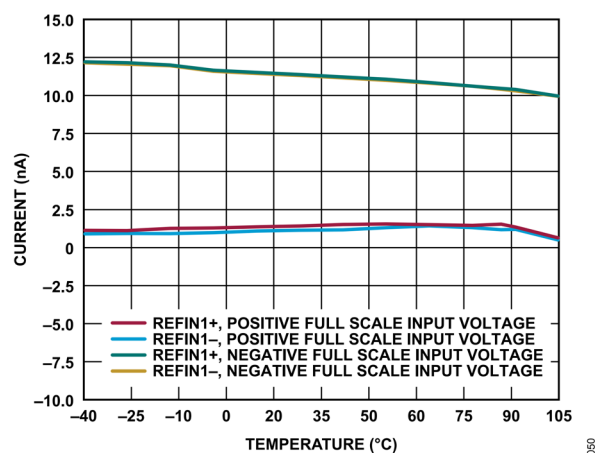


図 51. リファレンス入力電流と温度の関係 (リファレンス・バッファをバイパス、2.5V の外部リファレンス)

代表的な性能特性

内部リファレンスおよび温度センサー

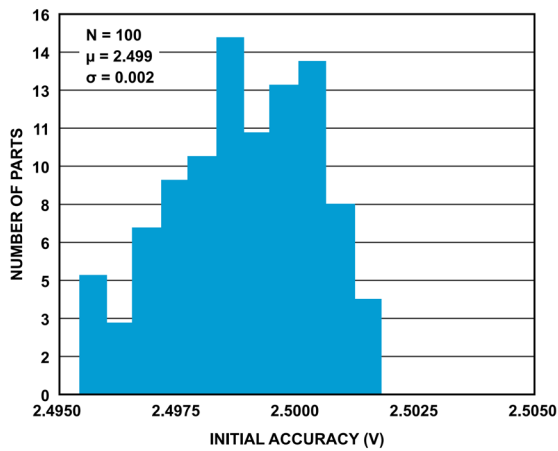


図 52. 2.5V の内部リファレンス電圧のヒストグラム

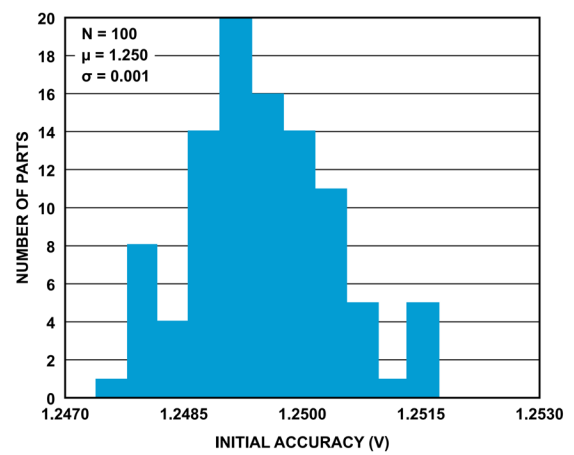


図 55. 1.25V の内部リファレンス電圧のヒストグラム

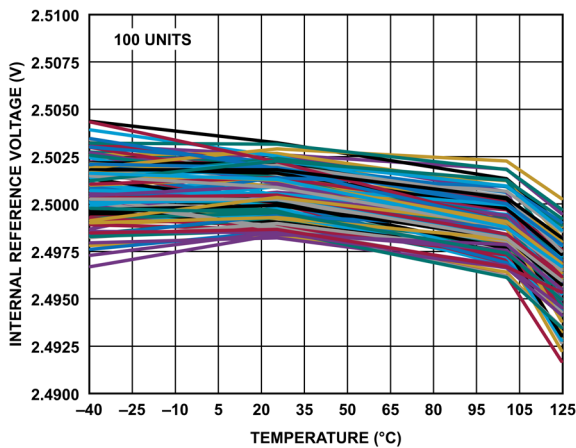


図 53. 2.5V の内部リファレンス電圧と温度の関係

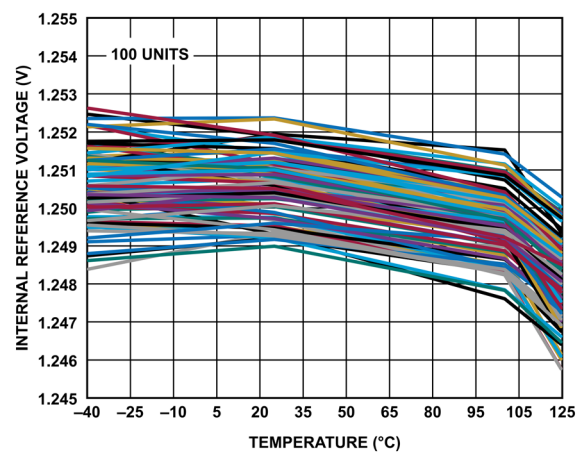


図 56. 1.25V の内部リファレンス電圧と温度の関係

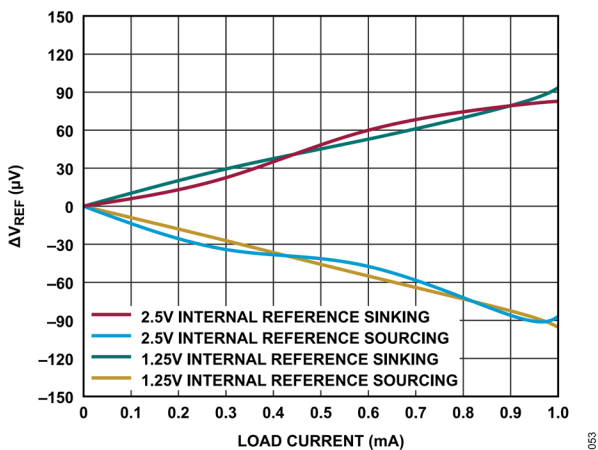
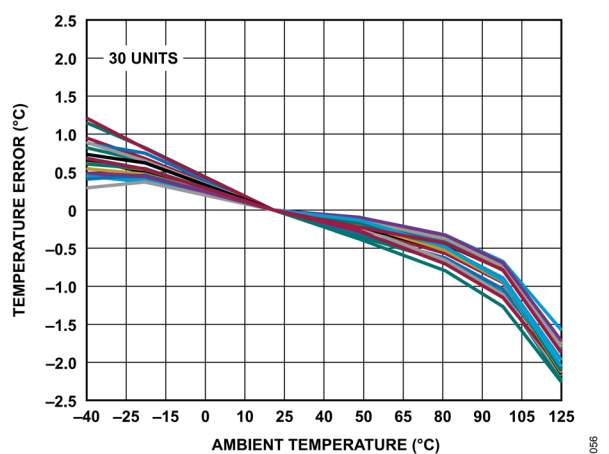
図 54. 1.25V ($AV_{DD} = 1.8V$) および 2.5V ($AV_{DD} = 3.3V$) の内部リファレンス電圧と負荷電流の関係

図 57. 25°C で校正後の温度センサー誤差と周囲温度の関係

代表的な性能特性

励起電流

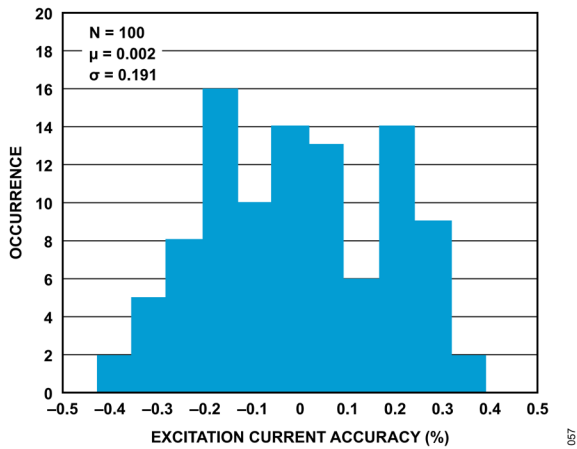


図 58. 励起電流の初期精度のヒストグラム (100µA)

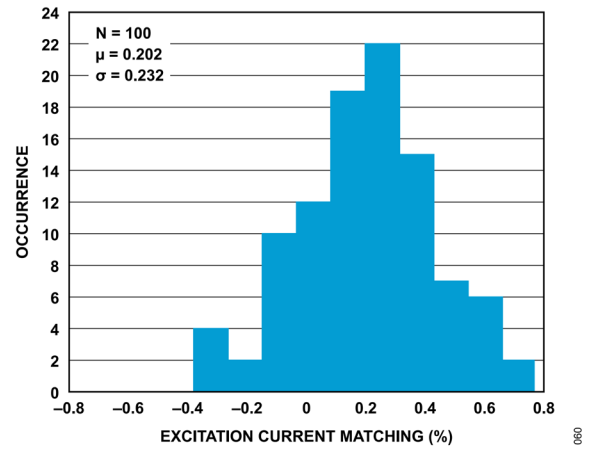


図 61. 励起電流の初期マッチングのヒストグラム (100µA)

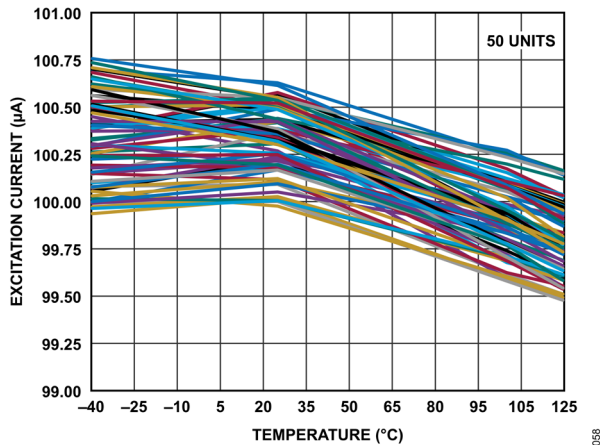


図 59. 励起電流と温度の関係 (100µA)

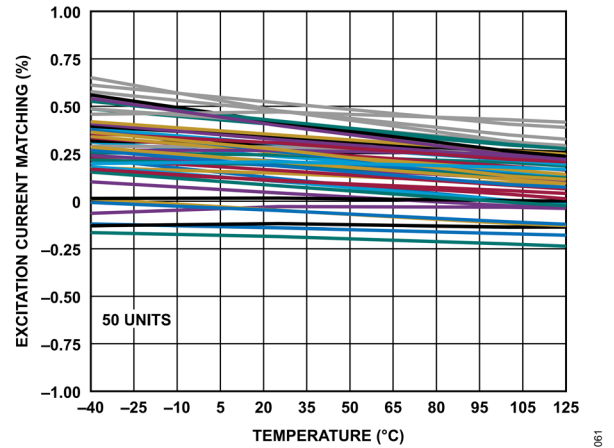
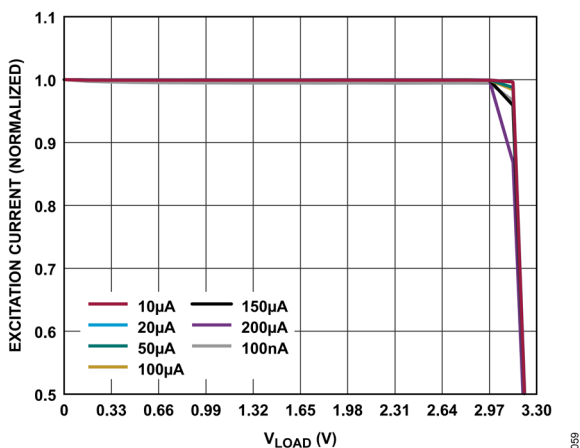
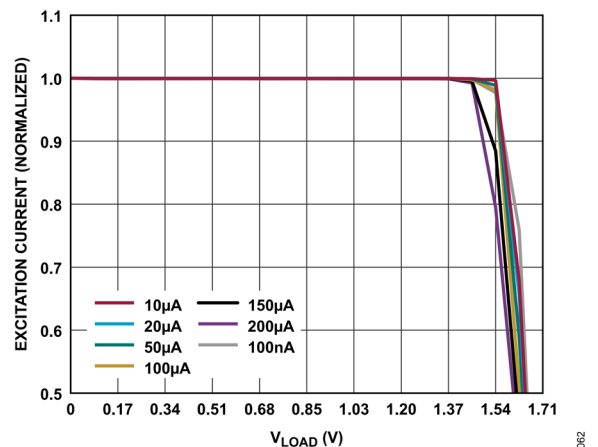


図 62. 励起電流マッチングと温度の関係 (100µA)

図 60. 様々な IEXC ソースでの出力コンプライアンス ($AV_{DD} = 3.3V$, V_{LOAD} は負荷電圧)図 63. 様々な IEXC ソースでの出力コンプライアンス ($AV_{DD} = 1.71V$)

代表的な性能特性

分解能

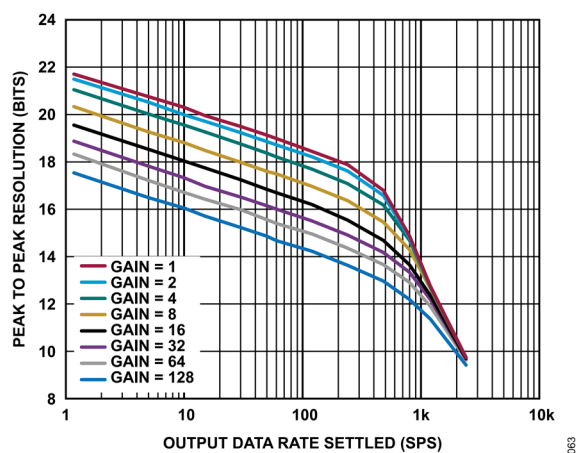


図 64. 様々なゲインでのピーク to ピーク分解能と出力データレート（セトリング後）の関係（ sinc^3 フィルタ）

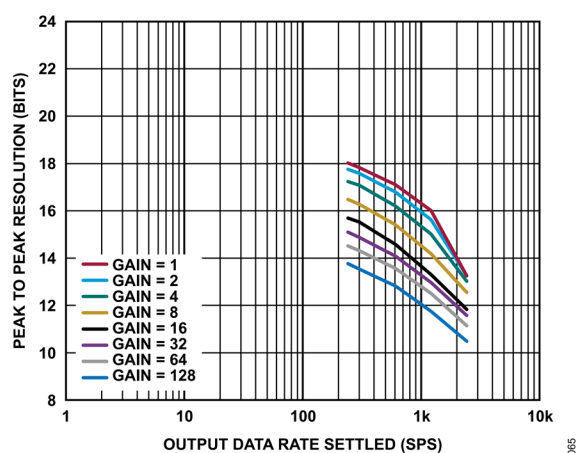


図 66. 様々なゲインでのピーク to ピーク分解能と出力データレート（セトリング後）の関係（ sinc^4 フィルタ）

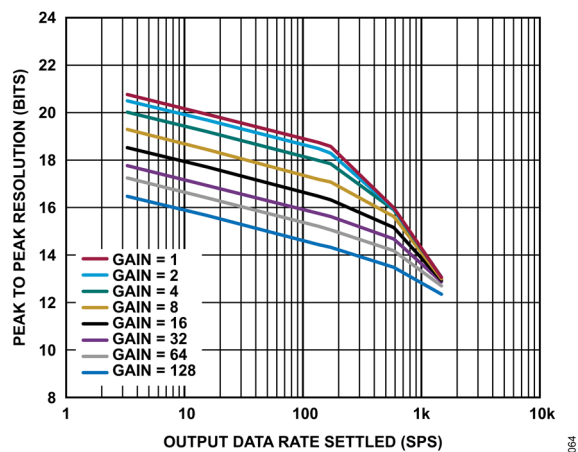


図 65. 様々なゲインでのピーク to ピーク分解能と出力データレート（セトリング後）の関係（ $\text{sinc}^3 + \text{sinc}^1$ フィルタ）

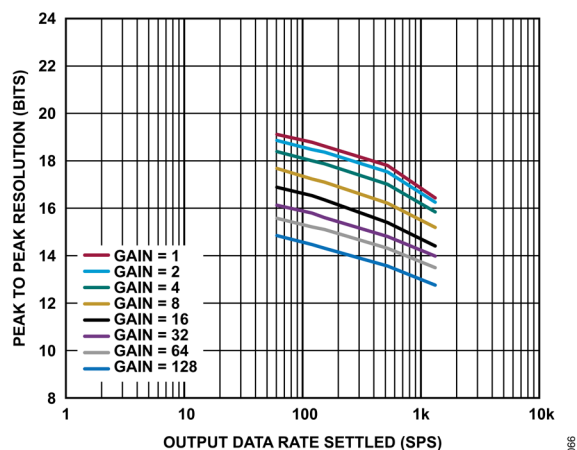


図 67. 様々なゲインでのピーク to ピーク分解能と出力データレート（セトリング後）の関係（ $\text{sinc}^4 + \text{sinc}^1$ フィルタ）

代表的な性能特性

FFT

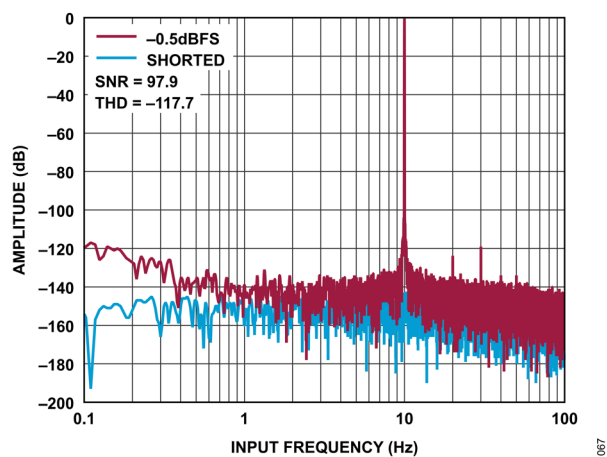


図 68. FFT、-0.5dBFS と短絡入力の比較、10Hz の入力トーン、 sinc^3 フィルタ、ODR = 240SPS、ゲイン = 1、内部リファレンス

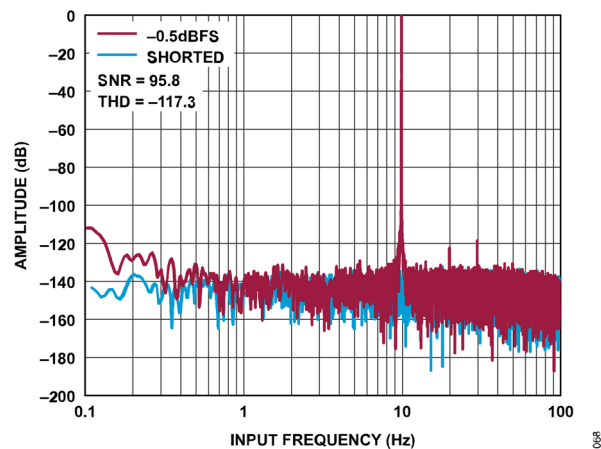


図 69. FFT、-0.5dBFS と短絡入力の比較、10Hz の入力トーン、 sinc^3 フィルタ、ODR = 240SPS、ゲイン = 1、外部リファレンス

用語の定義

アナログ入力

AINP

AINP は正のアナログ入力です。

AINM

AINM は負のアナログ入力です。

入カスパン

入カスパンの仕様は、アナログ入力を受け入れることができ、なおゲインを正確に校正できる、ゼロからフルスケールまでの最小および最大の入力電圧を規定しています。

ADC

積分非直線性 (INL) 誤差

INL は ADC 伝達関数のエンドポイントを通る直線からの最大偏差を表します。伝達関数のエンドポイントは、ゼロ・スケール (バイポーラ・ゼロと混同しないように)、すなわち最初のコード遷移 (000...000 から 000 ...001) より 0.5LSB 下にある点と、フルスケール、すなわち最後のコード遷移 (111...110 から 111...111) より 0.5LSB 上にある点です。誤差は、フルスケール範囲の ppm で表示します。

オフセット誤差

オフセット誤差は、理想的なミッドスケール入力電圧 (0V) と、ミッドスケール出力コードを生成する実際の電圧との差です。

オフセット校正範囲

システム校正モードにおいて、AD4130-4 はアナログ入力に対してオフセットを校正します。オフセット校正範囲の仕様は、AD4130-4 が受け入れることができ、なおオフセットを正確に校正できる電圧範囲を定義しています。

ゲイン誤差

フルスケール範囲 (FSR)

フルスケール範囲は、AD4130-4 がリファレンス電圧およびゲイン値の選択に基づいて受け入れることができ入力範囲です。差動入力信号の場合、FSR = 2 × V_{REF}/ゲインです。

フルスケール校正範囲

フルスケール校正範囲は、AD4130-4 がシステム校正モードで受け入れることができ、なおフルスケールを正確に校正できる電圧の範囲です。

出力データレート (ODR)

出力データレートとは、ADC が連続的に変換を実行しているときに、単一の安定したチャンネルで ADC 変換データを利用できる速度です。

同一変換出力データレート (1CNV_ODR)

同一変換出力データレートは、フィルタ設定が同じ複数チャンネルを用い 1 チャンネルあたり 1 サンプルを取得することで可能な ADC 変換レートです。

リファレンス

ライン・レギュレーション

ライン・レギュレーションは、電源電圧の特定の変化に対する出力電圧の変化を示し、μV/V で表されます。

負荷レギュレーション

負荷レギュレーションは、負荷電流の特定の変化に対する出力電圧の変化を示し、μV/mA で表されます。

電圧リファレンス (V_{REF}) の温度係数 (TC)

V_{REF} TC は、デバイスの周囲温度の変化に伴うリファレンス出力電圧の変化を表す指標であり、25°C での出力電圧で正規化されています。V_{REF} TC はボックス法を用いて規定されており、特定の温度範囲におけるリファレンス出力の最大変化量として TC を次式のように定義し、ppm/°C で表されます。

$$V_{REF} \text{ TC} = \left(\frac{V_{REF_MAX} - V_{REF_MIN}}{V_{REF_NOM} \times TEMP_RANGE} \right) \times 10^6 \text{ ppm}/^{\circ}\text{C}$$

ここで、

V_{REF_MAX} は全温度範囲にわたって計測された最大リファレンス電圧出力です。

V_{REF_MIN} は全温度範囲にわたって計測された最小リファレンス電圧出力です。

V_{REF_NOM} は周囲温度 (25°C) での公称リファレンス電圧出力です。

TEMP_RANGE はリファレンスの最大動作温度と最小動作温度の差です。

電圧リファレンス (V_{REF}) のノイズ・スペクトル密度 (NSD)

V_{REF} NSD は、スペクトル密度 (nV/√Hz) として表される、内部で発生する熱ノイズの指標です。

温度センサー

精度

温度センサーの精度は、内部で計測した温度と実際の周囲温度の差を 25°C での計測値に基づいて正規化したものです。温度センサーの精度は °C で表されます。

用語の定義

感度

温度センサーの感度とは、周囲温度の変化による出力電圧の変化を指し、 $\mu\text{V/K}$ または LSB/K で表されます。

ノイズおよび分解能

表 17～表 36 には、様々な出力データレート、ゲイン設定、およびフィルタに対する AD4130-4 の実効値ノイズ、ピーク to ピーク・ノイズ、実効分解能、ノイズフリー（ピーク to ピーク）分解能が示されています。これらの数値はバイポーラ入力範囲を表しており、外部リファレンスは 3.3V 動作では 2.5V、1.8V 動作では 1.25V であり、リファレンス・バッファはバイパス・モードです。これらの数値は標準値であり、ADC が単一チャンネルで連続変換しているときに 0V の差動入力電圧を用いて得られた

値です。実効分解能は実効値ノイズを基に計算された値で、ピーク to ピーク分解能（括弧内の値）はピーク to ピーク・ノイズ（括弧内の値）を基に計算された値であることに注意してください。ピーク to ピーク分解能は、コードのちらつきが生じない分解能を表します。

$$\text{Effective Resolution} = \log_2(\text{Input Range}/\text{RMS Noise})$$

$$\text{Peak-to-Peak Resolution} = \log_2(\text{Input Range}/\text{Peak-to-Peak Noise})$$

2.5V リファレンス

Sinc³表 17. 実効値ノイズ（ピーク to ピーク・ノイズ）とゲインおよび出力データレートの対応関係、単位：μV_{RMS}（μV_{P-P}）

FS (Dec.)	ODR (SPS)	f _{3dB} (Hz)	Gain = 1	Gain = 1	Gain = 2	Gain = 4	Gain = 8	Gain = 16	Gain = 32	Gain = 64	Gain = 128
			PGA_BYP = 1								
2047	1.17	0.3	0.19 (1.19)	0.22 (1.29)	0.13 (0.84)	0.09 (0.55)	0.07 (0.46)	0.06 (0.42)	0.05 (0.32)	0.04 (0.23)	0.03 (0.19)
480	5	1.3	0.35 (2.19)	0.43 (2.58)	0.25 (1.64)	0.18 (1.09)	0.15 (0.92)	0.13 (0.86)	0.10 (0.62)	0.08 (0.51)	0.06 (0.40)
240	10	2.6	0.49 (3.08)	0.59 (3.78)	0.36 (2.29)	0.25 (1.64)	0.21 (1.40)	0.18 (1.15)	0.14 (0.88)	0.11 (0.75)	0.09 (0.60)
160	15	3.92	0.57 (3.68)	0.75 (4.97)	0.44 (2.93)	0.30 (1.86)	0.26 (1.60)	0.22 (1.41)	0.18 (1.21)	0.13 (0.87)	0.11 (0.71)
80	30	7.86	0.83 (5.46)	1.03 (6.76)	0.62 (3.87)	0.43 (2.66)	0.37 (2.32)	0.30 (2.16)	0.25 (1.56)	0.18 (1.24)	0.15 (0.96)
48	50	13.15	1.08 (7.05)	1.32 (8.35)	0.80 (5.32)	0.56 (3.58)	0.48 (3.24)	0.40 (2.61)	0.33 (2.17)	0.25 (1.50)	0.20 (1.24)
40	60	15.78	1.17 (7.55)	1.46 (8.74)	0.88 (5.66)	0.62 (4.07)	0.51 (3.35)	0.44 (2.89)	0.36 (2.22)	0.27 (1.70)	0.23 (1.42)
20	120	31.8	1.59 (10.13)	2.13 (14.31)	1.25 (8.49)	0.89 (5.81)	0.74 (4.72)	0.63 (3.86)	0.51 (3.29)	0.37 (2.24)	0.31 (1.95)
10	240	64.8	2.49 (15.90)	3.13 (20.66)	1.89 (11.38)	1.37 (8.67)	1.12 (6.82)	1.00 (6.70)	0.77 (5.12)	0.56 (3.54)	0.47 (2.98)
5	480	133.44	5.76 (33.78)	6.65 (43.32)	3.86 (24.94)	2.55 (16.49)	2.10 (13.59)	1.80 (11.71)	1.28 (7.90)	0.91 (6.06)	0.74 (4.37)
3	800	231.2	25.44 (149.22)	25.34 (155.38)	13.34 (85.49)	7.20 (45.70)	4.72 (30.04)	3.69 (23.55)	2.29 (15.36)	1.54 (9.50)	1.27 (7.51)
2	1200	361.2	108.05 (667.42)	109.77 (658.78)	55.46 (355.07)	28.45 (179.07)	14.81 (94.36)	9.07 (57.71)	5.10 (33.51)	3.10 (19.22)	2.25 (14.91)
1	2400	626.4	873.32 (5423.90)	890.93 (5424.10)	440.53 (2516.04)	221.90 (1317.65)	110.41 (763.43)	57.08 (361.40)	29.00 (189.77)	14.90 (88.22)	8.66 (57.57)

表 18. 実効分解能（ピーク to ピーク分解能）とゲインおよび出力データレートの対応関係、単位：ビット

FS (Dec.)	ODR (SPS)	Gain = 1								
		PGA_BYP = 1	Gain = 1	Gain = 2	Gain = 4	Gain = 8	Gain = 16	Gain = 32	Gain = 64	Gain = 128
2047	1.17	24 (22)	24 (21.7)	24 (21.5)	23.8 (21)	23.1 (20.3)	22.3 (19.6)	21.6 (18.9)	21.1 (18.3)	20.3 (17.5)
480	5	23.8 (21.1)	23.5 (20.8)	23.2 (20.5)	22.7 (20)	22 (19.3)	21.3 (18.5)	20.5 (17.8)	19.9 (17.2)	19.2 (16.5)
240	10	23.3 (20.6)	23 (20.3)	22.7 (20)	22.3 (19.6)	21.5 (18.8)	20.8 (18)	20 (17.3)	19.4 (16.7)	18.8 (16)
160	15	23.1 (20.3)	22.7 (20)	22.4 (19.7)	22 (19.3)	21.2 (18.5)	20.5 (17.7)	19.7 (17)	19.1 (16.4)	18.4 (15.7)
80	30	22.5 (19.8)	22.2 (19.5)	22 (19.2)	21.5 (18.8)	20.7 (18)	20 (17.2)	19.2 (16.5)	18.7 (16)	18 (15.2)
48	50	22.1 (19.4)	21.9 (19.1)	21.6 (18.9)	21.1 (18.4)	20.3 (17.6)	19.6 (16.8)	18.9 (16.1)	18.3 (15.6)	17.6 (14.9)
40	60	22 (19.3)	21.7 (19)	21.4 (18.7)	20.9 (18.2)	20.2 (17.5)	19.4 (16.7)	18.7 (16)	18.1 (15.4)	17.4 (14.7)
20	120	21.6 (18.9)	21.2 (18.4)	20.9 (18.2)	20.4 (17.7)	19.7 (17)	18.9 (16.2)	18.2 (15.5)	17.7 (15)	16.9 (14.2)
10	240	20.9 (18.2)	20.6 (17.9)	20.3 (17.6)	19.8 (17.1)	19.1 (16.4)	18.3 (15.5)	17.6 (14.9)	17.1 (14.4)	16.4 (13.6)
5	480	19.7 (17)	19.5 (16.8)	19.3 (16.6)	18.9 (16.2)	18.2 (15.5)	17.4 (14.7)	16.9 (14.2)	16.4 (13.7)	15.7 (13)
3	800	17.6 (14.9)	17.6 (14.9)	17.5 (14.8)	17.4 (14.7)	17 (14.3)	16.4 (13.6)	16.1 (13.3)	15.6 (12.9)	14.9 (12.2)
2	1200	15.5 (12.8)	15.5 (12.8)	15.5 (12.7)	15.4 (12.7)	15.4 (12.6)	15.1 (12.4)	14.9 (12.2)	14.6 (11.9)	14.1 (11.4)
1	2400	12.5 (9.8)	12.5 (9.7)	12.5 (9.7)	12.5 (9.7)	12.5 (9.7)	12.4 (9.7)	12.4 (9.7)	12.4 (9.6)	12.1 (9.4)

ノイズおよび分解能

Sinc⁴表 19. 実効値ノイズ（ピーク to ピーク・ノイズ）とゲインおよび出力データレートの対応関係、単位：μV_{RMS} (μV_{P-P})

FS (Dec.)	ODR (SPS)	f _{3dB} (Hz)	Gain = 1								
			PGA_BYP = 1	Gain = 1	Gain = 2	Gain = 4	Gain = 8	Gain = 16	Gain = 32	Gain = 64	Gain = 128
10	240	55.68	2.28 (15.00)	2.88 (18.38)	1.73 (10.83)	1.24 (8.07)	1.04 (6.95)	0.90 (5.97)	0.68 (4.03)	0.51 (3.24)	0.43 (2.75)
8	300	70.2	2.61 (17.58)	3.30 (22.25)	1.95 (12.22)	1.38 (9.61)	1.20 (7.79)	1.01 (6.36)	0.79 (5.18)	0.58 (3.75)	0.50 (3.18)
4	600	144	4.16 (28.81)	5.42 (33.28)	3.36 (21.01)	2.52 (15.70)	2.18 (13.45)	1.93 (12.52)	1.36 (8.88)	0.98 (6.44)	0.82 (5.18)
2	1200	301.2	8.81 (55.63)	11.56 (78.78)	7.54 (48.28)	5.74 (37.16)	5.09 (34.30)	4.68 (31.83)	2.95 (20.42)	2.03 (13.39)	1.71 (10.61)
1	2400	544.8	71.51 (430.67)	77.87 (459.58)	38.91 (227.06)	22.80 (138.04)	15.77 (101.41)	12.93 (79.89)	7.70 (47.71)	5.19 (32.50)	4.08 (26.55)

表 20. 実効分解能（ピーク to ピーク分解能）とゲインおよび出力データレートの対応関係、単位：ビット

FS (Dec.)	ODR (SPS)	f _{3dB} (Hz)	Gain = 1								
			PGA_BYP = 1	Gain = 1	Gain = 2	Gain = 4	Gain = 8	Gain = 16	Gain = 32	Gain = 64	Gain = 128
10	240	21.1 (18.3)	20.7 (18)	20.5 (17.7)	19.9 (17.2)	19.2 (16.5)	18.4 (15.7)	17.8 (15.1)	17.2 (14.5)	16.5 (13.8)	16.3 (13.5)
8	300	20.9 (18.2)	20.5 (17.8)	20.3 (17.6)	19.8 (17.1)	19 (16.3)	18.2 (15.5)	17.6 (14.9)	17 (14.3)	16.3 (13.5)	15.5 (12.8)
4	600	20.2 (17.5)	19.8 (17.1)	19.5 (16.8)	18.9 (16.2)	18.1 (15.4)	17.3 (14.6)	16.8 (14.1)	16.3 (13.6)	15.5 (12.8)	14.5 (11.8)
2	1200	19.1 (16.4)	18.7 (16)	18.3 (15.6)	17.7 (15)	16.9 (14.2)	16 (13.3)	15.7 (13)	15.2 (12.5)	14.5 (11.8)	13.2 (10.5)
1	2400	16.1 (13.4)	16 (13.2)	16 (13.2)	15.7 (13)	15.3 (12.6)	14.6 (11.8)	14.3 (11.6)	13.9 (11.2)	13.2 (10.5)	

Sinc³ + Sinc¹（平均化フィルタ）表 21. 実効値ノイズ（ピーク to ピーク・ノイズ）とゲインおよび出力データレートの対応関係、単位：μV_{RMS} (μV_{P-P})

FS (Dec.)	ODR (SPS)	f _{3dB} (Hz)	Gain = 1								
			PGA_BYP = 1	Gain = 1	Gain = 2	Gain = 4	Gain = 8	Gain = 16	Gain = 32	Gain = 64	Gain = 128
96	2.5	1.36	0.36 (2.38)	0.44 (2.78)	0.27 (1.64)	0.18 (1.17)	0.15 (0.93)	0.13 (0.81)	0.11 (0.71)	0.08 (0.54)	0.07 (0.47)
30	8	4.36	0.63 (3.97)	0.79 (5.26)	0.46 (3.08)	0.33 (2.11)	0.27 (1.66)	0.23 (1.43)	0.20 (1.21)	0.14 (0.96)	0.12 (0.77)
6	40	21.85	1.41 (9.04)	1.78 (11.82)	1.06 (7.30)	0.75 (4.82)	0.65 (4.02)	0.53 (3.46)	0.44 (2.66)	0.32 (2.10)	0.27 (1.72)
5	48	26.22	1.60 (9.93)	2.00 (13.21)	1.22 (8.34)	0.83 (6.03)	0.70 (4.20)	0.59 (3.79)	0.48 (3.06)	0.35 (2.37)	0.29 (1.85)
2	120	65.7	11.42 (74.40)	11.93 (77.28)	6.09 (39.49)	3.16 (19.49)	1.92 (11.57)	1.32 (8.21)	0.92 (6.09)	0.65 (4.09)	0.53 (3.56)
1	240	130.8	89.40 (518.14)	90.32 (537.21)	44.72 (266.52)	22.48 (146.02)	11.75 (74.63)	6.13 (37.84)	3.21 (19.99)	1.80 (11.39)	1.15 (7.30)

表 22. 実効分解能（ピーク to ピーク分解能）とゲインおよび出力データレートの対応関係、単位：ビット

FS (Dec.)	ODR (SPS)	f _{3dB} (Hz)	Gain = 1								
			PGA_BYP = 1	Gain = 1	Gain = 2	Gain = 4	Gain = 8	Gain = 16	Gain = 32	Gain = 64	Gain = 128
96	2.5	23.7 (21.0)	23.4 (20.7)	23.2 (20.4)	22.7 (20.0)	22.0 (19.2)	21.2 (18.5)	20.4 (17.7)	19.9 (17.2)	19.2 (16.4)	18.4 (15.6)
30	8	22.9 (20.2)	22.6 (19.9)	22.4 (19.6)	21.9 (19.1)	21.1 (18.4)	20.4 (17.7)	19.6 (16.9)	19.1 (16.4)	18.4 (15.6)	17.1 (14.4)
6	40	21.8 (19.0)	21.4 (18.7)	21.2 (18.4)	20.7 (17.9)	19.9 (17.2)	19.2 (16.4)	18.4 (15.7)	17.9 (15.2)	17.1 (14.4)	17.0 (14.3)
5	48	21.6 (18.9)	21.3 (18.5)	21.0 (18.2)	20.5 (17.8)	19.8 (17.0)	19.0 (16.3)	18.3 (15.6)	17.8 (15.0)	17.0 (14.3)	16.2 (13.5)
2	120	18.7 (16.0)	18.7 (16.0)	18.6 (15.9)	18.6 (15.9)	18.3 (15.6)	17.9 (15.1)	17.4 (14.6)	16.9 (14.2)	16.2 (13.5)	15.1 (12.3)
1	240	15.8 (13.1)	15.8 (13.0)	15.8 (13.0)	15.8 (13.0)	15.7 (13.0)	15.6 (12.9)	15.6 (12.9)	15.4 (12.7)	15.1 (12.3)	

Sinc⁴ + Sinc¹（平均化フィルタ）表 23. 実効値ノイズ（ピーク to ピーク・ノイズ）とゲインおよび出力データレートの対応関係、単位：μV_{RMS} (μV_{P-P})

FS (Dec.)	ODR (SPS)	f _{3dB} (Hz)	Gain = 1								
			PGA_BYP = 1	Gain = 1	Gain = 2	Gain = 4	Gain = 8	Gain = 16	Gain = 32	Gain = 64	Gain = 128
10	21.82	13.02	1.10 (6.85)	1.37 (8.54)	0.82 (5.26)	0.57 (3.70)	0.46 (2.96)	0.40 (2.42)	0.34 (2.14)	0.25 (1.57)	0.20 (1.41)

ノイズおよび分解能

表 23. 実効値ノイズ（ピーク to ピーク・ノイズ）とゲインおよび出力データレートの対応関係、単位： μV_{RMS} ($\mu\text{V}_{\text{P-P}}$)（続き）

FS (Dec.)	ODR (SPS)	$f_{3\text{dB}}$ (Hz)	Gain = 1 PGA_BYP = 1	Gain = 1	Gain = 2	Gain = 4	Gain = 8	Gain = 16	Gain = 32	Gain = 64	Gain = 128
6	36.36	21.7	1.36 (8.94)	1.73 (12.22)	1.07 (7.25)	0.74 (4.79)	0.63 (4.11)	0.51 (3.26)	0.42 (2.82)	0.32 (2.17)	0.26 (1.77)
5	43.64	26.04	1.53 (10.53)	1.93 (13.41)	1.15 (7.15)	0.81 (5.04)	0.69 (4.28)	0.58 (3.62)	0.48 (3.18)	0.34 (2.35)	0.30 (1.80)
2	109.1	62.25	2.61 (17.58)	3.39 (20.96)	2.05 (12.81)	1.47 (9.24)	1.27 (8.57)	1.12 (6.97)	0.84 (5.27)	0.59 (3.96)	0.50 (3.10)
1	218.18	129.9	7.94 (47.28)	8.72 (57.42)	4.95 (31.89)	3.28 (20.51)	2.57 (15.10)	2.21 (13.14)	1.48 (9.52)	1.04 (7.12)	0.86 (5.77)

表 24. 実効分解能（ピーク to ピーク分解能）とゲインおよび出力データレートの対応関係、単位：ビット

FS (Dec.)	ODR (SPS)	Gain = 1 PGA_BYP = 1	Gain = 1	Gain = 2	Gain = 4	Gain = 8	Gain = 16	Gain = 32	Gain = 64	Gain = 128
10	21.82	22.1 (19.4)	21.8 (19.1)	21.5 (18.8)	21.1 (18.4)	20.4 (17.6)	19.6 (16.9)	18.8 (16.1)	18.3 (15.5)	17.5 (14.8)
6	36.36	21.8 (19.1)	21.5 (18.7)	21.2 (18.4)	20.7 (18)	19.9 (17.2)	19.2 (16.5)	18.5 (15.8)	17.9 (15.2)	17.2 (14.4)
5	43.64	21.6 (18.9)	21.3 (18.6)	21.1 (18.3)	20.6 (17.8)	19.8 (17.1)	19 (16.3)	18.3 (15.6)	17.8 (15.1)	17 (14.3)
2	109.1	20.9 (18.1)	20.5 (17.8)	20.2 (17.5)	19.7 (17)	18.9 (16.2)	18.1 (15.4)	17.5 (14.8)	17 (14.3)	16.3 (13.5)
1	218.18	19.3 (16.5)	19.1 (16.4)	18.9 (16.2)	18.5 (15.8)	17.9 (15.2)	17.1 (14.4)	16.7 (14)	16.2 (13.5)	15.5 (12.7)

ポスト・フィルタ

表 25. 実効値ノイズ（ピーク to ピーク・ノイズ）とゲインおよび出力データレートの対応関係、単位： μV_{RMS} ($\mu\text{V}_{\text{P-P}}$)

Filter Type	ODR (SPS)	$f_{3\text{dB}}$ (Hz)	Gain = 1 PGA_BYP = 1	Gain = 1	Gain = 2	Gain = 4	Gain = 8	Gain = 16	Gain = 32	Gain = 64	Gain = 128
Post Filter 4	16.21	12.54	1.06 (7.05)	1.34 (8.74)	0.78 (5.02)	0.57 (3.90)	0.46 (2.87)	0.39 (2.43)	0.33 (2.03)	0.24 (1.48)	0.20 (1.29)
Post Filter 3	19.355	13.08	1.13 (7.55)	1.36 (8.54)	0.81 (5.02)	0.57 (3.70)	0.48 (3.08)	0.40 (2.68)	0.33 (2.20)	0.24 (1.58)	0.20 (1.37)
Post Filter 2	24	14.7	1.36 (8.94)	1.60 (10.33)	0.92 (6.11)	0.64 (4.20)	0.52 (3.34)	0.44 (3.05)	0.35 (2.37)	0.26 (1.72)	0.21 (1.43)
Post Filter 1	26.087	16.68	1.22 (8.15)	1.53 (10.23)	0.92 (6.11)	0.65 (4.52)	0.54 (3.71)	0.45 (2.86)	0.38 (2.33)	0.28 (1.85)	0.23 (1.52)

表 26. 実効分解能（ピーク to ピーク分解能）とゲインおよび出力データレートの対応関係、単位：ビット

Filter Type	ODR (SPS)	Gain = 1 PGA_BYP = 1	Gain = 1	Gain = 2	Gain = 4	Gain = 8	Gain = 16	Gain = 32	Gain = 64	Gain = 128
Post Filter 4	16.21	22.2 (19.5)	21.8 (19.1)	21.6 (18.9)	21.1 (18.4)	20.4 (17.7)	19.6 (16.9)	18.9 (16.2)	18.3 (15.6)	17.6 (14.8)
Post Filter 3	19.355	22.1 (19.4)	21.8 (19.1)	21.6 (18.8)	21.1 (18.3)	20.3 (17.6)	19.6 (16.8)	18.9 (16.1)	18.3 (15.6)	17.6 (14.8)
Post Filter 2	24	22 (19.3)	21.6 (18.9)	21.4 (18.6)	20.9 (18.2)	20.2 (17.5)	19.4 (16.7)	18.8 (16)	18.2 (15.5)	17.5 (14.8)
Post Filter 1	26.087	21.8 (19.1)	21.6 (18.9)	21.4 (18.7)	20.9 (18.1)	20.1 (17.4)	19.4 (16.7)	18.6 (15.9)	18.1 (15.4)	17.4 (14.6)

1.25V リファレンス

Sinc³表 27. 実効値ノイズ（ピーク to ピーク・ノイズ）とゲインおよび出力データレートの対応関係、単位： μV_{RMS} ($\mu\text{V}_{\text{P-P}}$)

FS (Dec.)	ODR (SPS)	$f_{3\text{dB}}$ (Hz)	Gain = 1 PGA_BYP = 1	Gain = 1	Gain = 2	Gain = 4	Gain = 8	Gain = 16	Gain = 32	Gain = 64	Gain = 128
2047	1.17	0.3	0.16 (0.99)	0.21 (1.34)	0.13 (0.82)	0.09 (0.57)	0.07 (0.50)	0.06 (0.36)	0.05 (0.33)	0.04 (0.25)	0.03 (0.22)
480	5	1.3	0.33 (2.09)	0.43 (2.88)	0.26 (1.69)	0.18 (1.22)	0.15 (0.94)	0.13 (0.83)	0.10 (0.67)	0.08 (0.55)	0.06 (0.44)
240	10	2.6	0.47 (2.98)	0.61 (4.17)	0.36 (2.29)	0.25 (1.53)	0.21 (1.42)	0.18 (1.18)	0.15 (1.08)	0.11 (0.74)	0.09 (0.58)
160	15	3.92	0.57 (3.87)	0.70 (4.47)	0.44 (2.68)	0.31 (1.97)	0.26 (1.78)	0.22 (1.43)	0.19 (1.25)	0.13 (0.90)	0.11 (0.76)
80	30	7.86	0.81 (5.51)	1.03 (6.86)	0.62 (3.70)	0.44 (2.99)	0.36 (2.19)	0.31 (2.14)	0.26 (1.66)	0.19 (1.12)	0.16 (0.96)
48	50	13.15	1.07 (7.05)	1.34 (8.54)	0.80 (5.09)	0.57 (3.74)	0.49 (3.58)	0.41 (2.71)	0.33 (2.20)	0.25 (1.64)	0.21 (1.41)
40	60	15.78	1.17 (7.50)	1.45 (9.09)	0.85 (5.91)	0.63 (4.17)	0.52 (3.23)	0.45 (3.10)	0.37 (2.44)	0.27 (1.71)	0.23 (1.57)
20	120	31.8	1.66 (11.08)	2.07 (14.31)	1.26 (8.07)	0.90 (5.71)	0.74 (4.53)	0.65 (4.34)	0.53 (3.47)	0.39 (2.41)	0.32 (2.02)

ノイズおよび分解能

表 27. 実効値ノイズ（ピーク to ピーク・ノイズ）とゲインおよび出力データレートの対応関係、単位： μV_{RMS} ($\mu\text{V}_{\text{P-P}}$)（続き）

FS (Dec.)	ODR (SPS)	$f_{3\text{dB}}$ (Hz)	Gain = 1								
			PGA_BYP = 1	Gain = 1	Gain = 2	Gain = 4	Gain = 8	Gain = 16	Gain = 32	Gain = 64	Gain = 128
10	240	64.8	2.37 (15.75)	3.07 (21.01)	1.86 (11.47)	1.33 (8.79)	1.12 (7.66)	0.99 (7.02)	0.78 (5.07)	0.58 (3.46)	0.47 (2.91)
5	480	133.44	4.23 (27.32)	5.18 (31.84)	3.16 (21.04)	2.23 (13.62)	1.95 (12.25)	1.67 (11.30)	1.25 (8.59)	0.94 (5.99)	0.78 (5.01)
3	800	231.2	13.79 (91.65)	14.57 (97.41)	7.78 (48.81)	4.82 (31.51)	3.73 (21.97)	3.12 (18.61)	2.11 (13.12)	1.53 (10.30)	1.25 (8.08)
2	1200	361.2	56.65 (348.62)	58.95 (383.78)	29.90 (170.04)	15.07 (88.48)	9.35 (59.43)	6.32 (38.24)	3.93 (25.58)	2.62 (16.29)	2.11 (14.12)
1	2400	626.4	451.81 (2831.34)	441.73 (2720.87)	225.95 (1360.33)	114.08 (712.09)	59.38 (378.43)	31.81 (190.83)	16.53 (97.28)	9.33 (58.10)	6.16 (38.91)

表 28. 実効分解能（ピーク to ピーク分解能）とゲインおよび出力データレートの対応関係、単位：ビット

FS (Dec.)	ODR (SPS)	Gain = 1								
		PGA_BYP = 1	Gain = 1	Gain = 2	Gain = 4	Gain = 8	Gain = 16	Gain = 32	Gain = 64	Gain = 128
2047	1.17	24 (21.1)	23.5 (20.8)	23.2 (20.5)	22.8 (20.1)	22 (19.3)	21.3 (18.6)	20.5 (17.8)	20 (17.2)	19.2 (16.5)
480	5	22.8 (20.1)	22.5 (19.8)	22.2 (19.5)	21.7 (19)	21 (18.3)	20.2 (17.5)	19.5 (16.8)	19 (16.2)	18.2 (15.5)
240	10	22.3 (19.6)	22 (19.3)	21.7 (19.0)	21.3 (18.6)	20.5 (17.8)	19.7 (17)	19 (16.3)	18.4 (15.7)	17.7 (14.9)
160	15	22.1 (19.3)	21.8 (19.0)	21.5 (18.7)	21 (18.2)	20.2 (17.5)	19.5 (16.7)	18.7 (15.9)	18.1 (15.4)	17.4 (14.7)
80	30	21.6 (18.8)	21.2 (18.5)	20.9 (18.2)	20.4 (17.7)	19.7 (17)	18.9 (16.2)	18.2 (15.5)	17.6 (14.9)	16.9 (14.2)
48	50	21.2 (18.4)	20.8 (18.1)	20.6 (17.9)	20.1 (17.4)	19.3 (16.6)	18.6 (15.8)	17.8 (15.1)	17.3 (14.5)	16.5 (13.8)
40	60	21.0 (18.3)	20.7 (18.0)	20.5 (17.8)	19.9 (17.2)	19.2 (16.5)	18.4 (15.7)	17.7 (15)	17.1 (14.4)	16.4 (13.7)
20	120	20.5 (17.8)	20.2 (17.5)	19.9 (17.2)	19.4 (16.7)	18.7 (16)	17.9 (15.2)	17.2 (14.5)	16.6 (13.9)	15.9 (13.2)
10	240	20.0 (17.3)	19.6 (16.9)	19.4 (16.6)	18.8 (16.1)	18.1 (15.4)	17.3 (14.5)	16.6 (13.9)	16 (13.3)	15.3 (12.6)
5	480	19.2 (16.4)	18.9 (16.2)	18.6 (15.9)	18.1 (15.4)	17.3 (14.6)	16.5 (13.8)	15.9 (13.2)	15.3 (12.6)	14.6 (11.9)
3	800	17.5 (14.7)	17.4 (14.7)	17.3 (14.6)	17 (14.3)	16.4 (13.6)	15.6 (12.9)	15.2 (12.5)	14.6 (11.9)	13.9 (11.2)
2	1200	15.4 (12.7)	15.4 (12.7)	15.4 (12.6)	15.3 (12.6)	15 (12.3)	14.6 (11.9)	14.3 (11.6)	13.9 (11.1)	13.2 (10.5)
1	2400	12.4 (9.7)	12.5 (9.7)	12.4 (9.7)	12.4 (9.7)	12.4 (9.6)	12.3 (9.5)	12.2 (9.5)	12 (9.3)	11.6 (8.9)

Sinc⁴表 29. 実効値ノイズ（ピーク to ピーク・ノイズ）とゲインおよび出力データレートの対応関係、単位： μV_{RMS} ($\mu\text{V}_{\text{P-P}}$)

FS (Dec.)	ODR (SPS)	$f_{3\text{dB}}$ (Hz)	Gain = 1								
			PGA_BYP = 1	Gain = 1	Gain = 2	Gain = 4	Gain = 8	Gain = 16	Gain = 32	Gain = 64	Gain = 128
10	240	55.68	2.22 (14.21)	2.78 (18.88)	1.71 (11.62)	1.23 (7.99)	1.05 (6.90)	0.88 (5.80)	0.72 (4.84)	0.54 (3.29)	0.43 (2.88)
8	300	70.2	2.51 (15.65)	3.12 (18.33)	1.91 (12.20)	1.42 (9.21)	1.18 (7.54)	1.02 (6.34)	0.82 (4.99)	0.61 (4.14)	0.50 (3.24)
4	600	144	3.76 (24.79)	4.90 (33.03)	3.14 (20.04)	2.34 (16.72)	2.05 (13.35)	1.83 (11.89)	1.39 (9.32)	0.99 (6.47)	0.82 (5.37)
2	1200	301.2	6.49 (42.42)	9.25 (60.21)	6.45 (40.81)	5.07 (33.67)	4.57 (29.84)	4.25 (28.16)	2.86 (18.03)	2.00 (13.35)	1.68 (11.20)
1	2400	544.8	36.27 (207.89)	41.37 (247.28)	23.57 (142.32)	15.13 (100.89)	12.30 (77.83)	11.32 (71.09)	7.06 (48.19)	4.80 (32.89)	3.98 (24.31)

表 30. 実効分解能（ピーク to ピーク分解能）とゲインおよび出力データレートの対応関係、単位：ビット

FS (Dec.)	ODR (SPS)	Gain = 1								
		PGA_BYP = 1	Gain = 1	Gain = 2	Gain = 4	Gain = 8	Gain = 16	Gain = 32	Gain = 64	Gain = 128
10	240	20.1 (17.4)	19.8 (17.1)	19.5 (16.8)	19 (16.2)	18.2 (15.5)	17.4 (14.7)	16.7 (14)	16.2 (13.4)	15.5 (12.7)
8	300	19.9 (17.2)	19.6 (16.9)	19.3 (16.6)	18.7 (16)	18 (15.3)	17.2 (14.5)	16.5 (13.8)	16 (13.2)	15.2 (12.5)
4	600	19.3 (16.6)	19 (16.2)	18.6 (15.9)	18 (15.3)	17.2 (14.5)	16.4 (13.7)	15.8 (13.1)	15.3 (12.6)	14.5 (11.8)
2	1200	18.6 (15.8)	18 (15.3)	17.6 (14.8)	16.9 (14.2)	16.1 (13.3)	15.2 (12.4)	14.7 (12)	14.3 (11.5)	13.5 (10.8)
1	2400	16.1 (13.4)	15.9 (13.2)	15.7 (13)	15.3 (12.6)	14.6 (11.9)	13.8 (11)	13.4 (10.7)	13 (10.3)	12.3 (9.5)

ノイズおよび分解能

Sinc³ + Sinc¹ (平均化フィルタ)表 31. 実効値ノイズ（ピーク to ピーク・ノイズ）とゲインおよび出力データレートの対応関係、単位：μV_{RMS} (μV_{P-P})

FS (Dec.)	ODR (SPS)	f _{3dB} (Hz)	Gain = 1 PGA_BYP = 1	Gain = 1	Gain = 2	Gain = 4	Gain = 8	Gain = 16	Gain = 32	Gain = 64	Gain = 128
96	2.5	1.36	0.35 (2.09)	0.43 (3.13)	0.26 (1.69)	0.19 (1.22)	0.15 (1.02)	0.13 (0.86)	0.11 (0.78)	0.08 (0.48)	0.07 (0.44)
30	8	4.36	0.61 (4.17)	0.77 (4.62)	0.47 (3.08)	0.33 (2.19)	0.28 (1.91)	0.23 (1.48)	0.19 (1.28)	0.15 (0.98)	0.12 (0.81)
6	40	21.85	1.39 (9.04)	1.78 (12.42)	1.07 (6.66)	0.76 (4.61)	0.64 (4.29)	0.53 (3.54)	0.44 (2.79)	0.33 (2.14)	0.27 (1.72)
5	48	26.22	1.57 (10.08)	1.95 (11.72)	1.17 (7.52)	0.82 (5.66)	0.71 (4.56)	0.59 (3.96)	0.47 (3.07)	0.36 (2.23)	0.30 (1.95)
2	120	65.7	6.32 (42.07)	6.57 (40.63)	3.54 (22.20)	2.09 (13.48)	1.47 (9.39)	1.17 (7.37)	0.87 (5.38)	0.64 (4.41)	0.52 (3.37)
1	240	130.8	45.47 (299.49)	47.55 (293.18)	23.49 (143.39)	12.20 (74.61)	6.32 (43.04)	3.65 (24.18)	2.11 (13.76)	1.33 (8.83)	1.00 (6.17)

表 32. 実効分解能（ピーク to ピーク分解能）とゲインおよび出力データレートの対応関係、単位：ビット

FS (Dec.)	ODR (SPS)	Gain = 1 PGA_BYP = 1	Gain = 1	Gain = 2	Gain = 4	Gain = 8	Gain = 16	Gain = 32	Gain = 64	Gain = 128
96	2.5	22.8 (20.0)	22.5 (19.7)	22.2 (19.5)	21.7 (18.9)	21.0 (18.2)	20.2 (17.4)	19.4 (16.7)	18.9 (16.2)	18.1 (15.4)
30	8	22.0 (19.2)	21.6 (18.9)	21.3 (18.6)	20.9 (18.1)	20.1 (17.4)	19.3 (16.6)	18.6 (15.9)	18.0 (15.3)	17.3 (14.6)
6	40	20.8 (18.1)	20.4 (17.7)	20.2 (17.4)	19.7 (16.9)	18.9 (16.2)	18.2 (15.4)	17.4 (14.7)	16.9 (14.2)	16.1 (13.4)
5	48	20.6 (17.9)	20.3 (17.6)	20.0 (17.3)	19.5 (16.8)	18.8 (16.0)	18.0 (15.3)	17.3 (14.6)	16.7 (14.0)	16.0 (13.3)
2	120	18.6 (15.9)	18.5 (15.8)	18.4 (15.7)	18.2 (15.5)	17.7 (15.0)	17.0 (14.3)	16.4 (13.7)	15.9 (13.2)	15.2 (12.5)
1	240	15.8 (13.0)	15.7 (13.0)	15.7 (13.0)	15.6 (12.9)	15.6 (12.9)	15.4 (12.7)	15.2 (12.5)	14.8 (12.1)	14.3 (11.5)

Sinc⁴ + Sinc¹ (平均化フィルタ)表 33. 実効値ノイズ（ピーク to ピーク・ノイズ）とゲインおよび出力データレートの対応関係、単位：μV_{RMS} (μV_{P-P})

FS (Dec.)	ODR (SPS)	f _{3dB} (Hz)	Gain = 1 PGA_BYP = 1	Gain = 1	Gain = 2	Gain = 4	Gain = 8	Gain = 16	Gain = 32	Gain = 64	Gain = 128
10	21.82	13.02	1.08 (6.80)	1.37 (9.19)	0.79 (4.92)	0.57 (3.79)	0.49 (3.38)	0.41 (2.53)	0.34 (2.35)	0.25 (1.49)	0.21 (1.36)
6	36.36	21.7	1.39 (8.89)	1.72 (11.13)	1.04 (6.53)	0.75 (4.93)	0.62 (3.93)	0.54 (3.38)	0.44 (2.66)	0.32 (1.93)	0.27 (1.74)
5	43.64	26.04	1.54 (9.49)	1.89 (11.92)	1.17 (7.47)	0.82 (5.38)	0.69 (4.47)	0.58 (3.76)	0.48 (3.01)	0.36 (2.26)	0.29 (1.81)
2	109.1	62.25	2.49 (15.05)	3.22 (21.85)	1.99 (12.19)	1.43 (10.28)	1.21 (8.00)	1.05 (7.08)	0.82 (5.56)	0.60 (4.01)	0.51 (3.26)
1	218.18	129.9	4.96 (31.89)	6.16 (40.03)	3.81 (24.76)	2.62 (16.96)	2.28 (14.48)	1.99 (12.96)	1.47 (9.18)	1.04 (6.90)	0.86 (5.31)

表 34. 実効分解能（ピーク to ピーク分解能）とゲインおよび出力データレートの対応関係、単位：ビット

FS (Dec.)	ODR (SPS)	Gain = 1 PGA_BYP = 1	Gain = 1	Gain = 2	Gain = 4	Gain = 8	Gain = 16	Gain = 32	Gain = 64	Gain = 128
30	21.82	21.1 (18.4)	20.8 (18.1)	20.6 (17.9)	20.1 (17.3)	19.3 (16.6)	18.6 (15.8)	17.8 (15.1)	17.3 (14.5)	16.5 (13.8)
6	36.36	20.8 (18.1)	20.5 (17.7)	20.2 (17.5)	19.7 (16.9)	18.9 (16.2)	18.1 (15.4)	17.4 (14.7)	16.9 (14.2)	16.1 (13.4)
5	43.64	20.6 (17.9)	20.3 (17.6)	20 (17.3)	19.5 (16.8)	18.8 (16.1)	18 (15.3)	17.3 (14.6)	16.7 (14)	16 (13.3)
2	109.1	19.9 (17.2)	19.6 (16.8)	19.3 (16.5)	18.7 (16)	18 (15.3)	17.2 (14.5)	16.5 (13.8)	16 (13.3)	15.2 (12.5)
1	218.18	18.9 (16.2)	18.6 (15.9)	18.3 (15.6)	17.9 (15.1)	17.1 (14.3)	16.3 (13.5)	15.7 (13)	15.2 (12.5)	14.5 (11.8)

ポスト・フィルタ

表 35. 実効値ノイズ（ピーク to ピーク・ノイズ）とゲインおよび出力データレートの対応関係、単位：μV_{RMS} (μV_{P-P})

Filter Type	ODR (SPS)	f _{3dB} (Hz)	Gain = 1 PGA_BYP = 1	Gain = 1	Gain = 2	Gain = 4	Gain = 8	Gain = 16	Gain = 32	Gain = 64	Gain = 128
Post Filter 4	16.21	12.54	1.03 (6.36)	1.33 (8.39)	0.79 (5.49)	0.55 (3.60)	0.47 (3.09)	0.39 (2.46)	0.33 (2.12)	0.25 (1.62)	0.21 (1.35)
Post Filter 3	19.355	13.08	1.09 (6.95)	1.36 (8.34)	0.82 (5.09)	0.56 (3.61)	0.48 (2.93)	0.40 (2.69)	0.34 (2.15)	0.26 (1.66)	0.21 (1.36)
Post Filter 2	24	14.7	1.18 (7.40)	1.50 (10.33)	0.88 (5.69)	0.62 (3.91)	0.51 (3.19)	0.43 (2.72)	0.36 (2.33)	0.26 (1.76)	0.22 (1.44)

ノイズおよび分解能

表 35. 実効値ノイズ（ピーク to ピーク・ノイズ）とゲインおよび出力データレートの対応関係、単位： μV_{RMS} ($\mu\text{V}_{\text{P-P}}$)（続き）

Filter Type	ODR (SPS)	$f_{3\text{dB}}$ (Hz)	Gain = 1 PGA_BYP = 1	Gain = 1	Gain = 2	Gain = 4	Gain = 8	Gain = 16	Gain = 32	Gain = 64	Gain = 128
Post Filter 1	26.087	16.68	1.24 (8.49)	1.53 (9.24)	0.90 (5.79)	0.65 (4.32)	0.54 (3.59)	0.47 (3.05)	0.39 (2.40)	0.28 (2.02)	0.24 (1.63)

表 36. 実効分解能（ピーク to ピーク分解能）とゲインおよび出力データレートの対応関係、単位：ビット

Filter Type	ODR (SPS)	Gain = 1 PGA_BYP = 1	Gain = 1	Gain = 2	Gain = 4	Gain = 8	Gain = 16	Gain = 32	Gain = 64	Gain = 128
Post Filter 4	16.21	21.2 (18.5)	20.8 (18.1)	20.6 (17.9)	20.1 (17.4)	19.3 (16.6)	18.6 (15.9)	17.9 (15.2)	17.3 (14.6)	16.5 (13.8)
Post Filter 3	19.355	21.1 (18.4)	20.8 (18.1)	20.5 (17.8)	20.1 (17.4)	19.3 (16.6)	18.6 (15.8)	17.8 (15.1)	17.2 (14.5)	16.5 (13.8)
Post Filter 2	24	21 (18.3)	20.7 (17.9)	20.4 (17.7)	19.9 (17.2)	19.2 (16.5)	18.5 (15.8)	17.7 (15)	17.2 (14.5)	16.4 (13.7)
Post Filter 1	26.087	20.9 (18.2)	20.6 (17.9)	20.4 (17.7)	19.9 (17.1)	19.1 (16.4)	18.3 (15.6)	17.6 (14.9)	17.1 (14.4)	16.3 (13.6)

ノイズのスペクトル密度

ノイズのスペクトル密度は、低 ODR で sinc^3 フィルタを用いた 2.5V リファレンスの実効値ノイズ値を、入力帯域幅の平方根に 1.15 を掛けた値で割ることで求められています。

表 37. 入力換算ノイズのスペクトル密度、単位： $\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$

Gain = 1 PGA_BYP = 1	Gain = 1	Gain = 2	Gain = 4	Gain = 8	Gain = 16	Gain = 32	Gain = 64	Gain = 128
303	369	214	152	123	99	85	64	48

動作原理

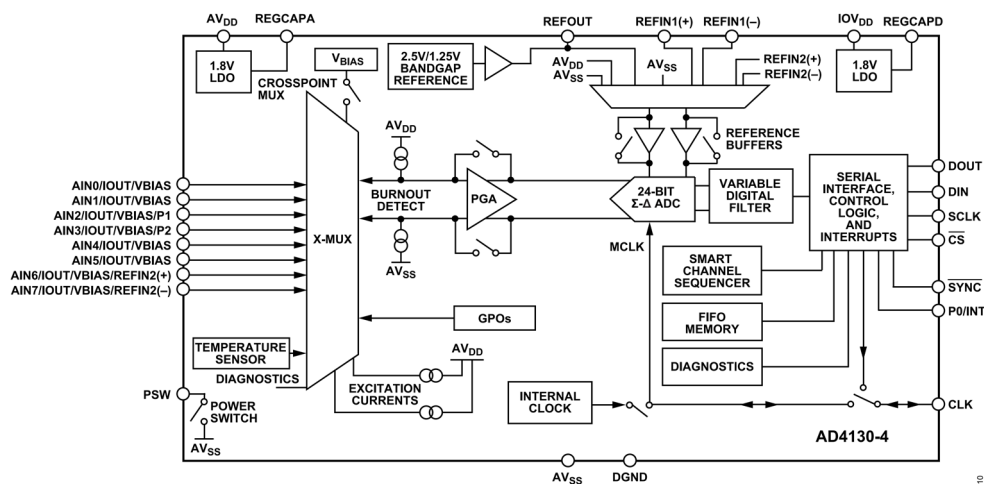


図 70. 詳細ブロック図

概要

AD4130-4 は超低消費電力の 24 ビット ADC であり、 Σ - Δ モジュレータ、入力クロスポイント・マルチプレクサ (X-MUX)、PGA 段、内部リファレンスおよびリファレンス・バッファ、オン・チップのデジタル・フィルタ処理などを内蔵し、圧力変換器、秤量計、温度測定などのアプリケーションで使用する高ダイナミック・レンジで低周波数の信号の測定を目的としています。AD4130-4 の各ブロックおよびその機能は、バッテリー駆動のアプリケーションにおいて低消費電力で動作するように最適化されています。チップには、複数のセンサーを接続し、電力を供給するための一連の内蔵機能が備わっており、励起電流、ローサイド・パワー・スイッチ、バイアス電圧、バーンアウト電流などを含みます。スマート・シーケンサ、デューティ・サイクル機能、FIFO バッファの組み合わせによって、システムのその他の部分をスリープ状態に保ちながら、事前に定義された設定に従って AD4130-4 が自律的に計測データを収集することができます。ユーザにより定義される割込み機能を用いると、問題が発生したとき、または FIFO が読出し可能になったときに、マイクロコントローラをウェイクアップさせることができます。

ADCのコア

AD4130-4 には、MASH22 Σ - Δ 変調器 ($f_{\text{MOD}} = 38.4\text{kHz}$) とその後のデジタル・フィルタで構成される、 Σ - Δ ベースの ADC コアが内蔵されています。ADC コアは、本質的に 38.4kHz の周波数を除去します。 Σ - Δ ADC の高度にデジタル化されたアーキテクチャは、最新の微細ライン CMOS プロセスに非常に適しているため、コストを大幅に増加させることなくデジタル機能を容易に追加できます。 Σ - Δ ADC は、オーバーサンプリング、量子化ノイズ整形、デジタル・フィルタ処理、デシメーションを用いることで、他のアーキテクチャに勝る複数のメリットを、特に高分解能、低周波のアプリケーション向けに提供します。 Σ - Δ ADC の詳細な理論については、MT-022 および MT-023 の各チュートリアルを参照してください。

デジタル・フィルタ

AD4130-4 には、複数のデジタル・フィルタ・オプションがあります。選択したオプションは、入力帯域幅、出力データレート、実現可能なノイズ性能、セトリング時間、50Hz と 60Hz の除去に影響を与えます。本デバイスのフィルタ・オプションを表 38 に示します。詳細については、[デジタル・フィルタ](#)のセクションを参照してください。

動作原理

表 38. AD4130-4 のフィルタ・オプション

フィルタ・タイプ	FS 範囲 (16 進数)	出力データレート (SPS) ¹	コメント
Sinc ⁴	0x01 to 0xA	2400 to 240	ADC 周波数 (f_{ADC}) = $f_{MCLK}/32/FS$ 。
Sinc ⁴ + Sinc ¹	0x01 to 0xA	218.18 to 21.8	平均化フィルタ。sinc ⁴ と 8 回の平均化の組み合わせ。 $f_{ADC} = f_{MCLK}/(32 \times FS \times (4 + AVG - 1))$ 、ここで $AVG = 8$ 。
Sinc ³	0x01 to 0x7FF	2400 to 1.17	$f_{ADC} = f_{MCLK}/32/FS$ 。
Sinc ³ + REJ60	0x01 to 0x7FF	2400 to 1.17	FS = 0d48 と設定することにより、50SPS の ODR で 50Hz と 60Hz の同時除去が可能になります。
Sinc ³ + Sinc ¹	0x01 to 0x7FF	240 to 0.117 (Dec.: 1 to 2047)	平均化フィルタ。sinc ³ と 8 回の平均化の組み合わせ。FS は 0x01~0xCC の範囲のみでを使用することを推奨します (最小 ODR = 1.17)。 $f_{ADC} = f_{MCLK}/(32 \times FS \times (3 + AVG - 1))$ 、ここで $AVG = 8$ 。
Sinc ³ + Post Filters	N/A ²	16.21, 19.355, 24, 26.087	低遅延と 50Hz および 60Hz の優れた除去を同時に実現。

¹ $f_{MCLK} = 76.8\text{kHz}$ で正確に動作していると仮定。² N/A は該当なしを意味します。

ADC メイン・クロック

$\Sigma\Delta$ 型 ADC のコアは、内部モジュレータを動作させるのに 76.8kHz の MCLK が必要です ($f_{MOD} = f_{MCLK}/2 = 38.4\text{kHz}$)。デバイスには MCLK を生成する発振器が内蔵されています。内部クロックがデフォルトで選択されており、外部回路にクロック・ソースが必要な場合は CLK ピンから利用可能になります。デバイスの MCLK ソースとして、CLK ピンに印加した外部クロックを選択することもできます。外部クロックを用いると、複数の ADC を共通のクロックで駆動できるため、同時変換を実行できます。内部の 1/2 分周オプションを選択した場合、外部クロックは 76.8kHz または 153.6kHz とすることができます。

ADC_CONTROL レジスタの MCLK_SEL ビットを用いると、表 39 に従って適切なオプションを選択できます (ADC コントロール・レジスタのセクションを参照)。AD4130-4 の ADC クロック接続方式のブロック図については、図 70 を参照してください。

表 39. MCLK ソースのオプション

MCLK_SEL	MCLK Source	Source Clock Frequency (kHz)
0b00 (Default)	Internal, output off	76.8
0b01	Internal, output on	76.8
0b10	External, divider off	76.8
0b11	External, divider on	153.6

CLK ピンは、不使用の場合、代わりに IO_CONTROL レジスタの INT_PIN_SEL ビットを用いて割込みソースとして選択することができます (詳細については、入出力制御レジスタのセクションを参照)。割込み設定が ADC_CONTROL レジスタの CLK_SEL ビットの設定より優先される点に注意してください。

ADC リファレンス

AD4130-4 では、ADC のコア用に高精度のリファレンス電圧が必要です。AD4130-4 のリファレンス・ソースは、ADC セットアップごとに (詳細については ADC の設定と動作のセクションを参照)、各 CONFIG_n レジスタの REF_SEL ビット (表 50 を参照) を用いて選択できます。

AD4130-4 は、1.25V または 2.5V の低ノイズの電圧リファレンス (表 3 の仕様を参照) を供給するように設定できるバンドギャップ電圧リファレンスを内蔵しています。内部リファレンスはデフォルトではディセーブルです。内部リファレンスをイネーブルにするには、ADC_CONTROL レジスタの INT_REF_EN ビットを 1 に設定します。2.5V の内部リファレン

スがデフォルトで選択されています。内部リファレンスがアクティブの場合は、REFOUT ピンに 1nF のコンデンサが必要です。AVDD 電源が 2.5V 未満に設定されている場合、ADC_CONTROL レジスタの INT_REF_VAL ビットを 1 にセットすることにより、1.25V の内部リファレンスが選択されることに注意してください。このビットは、内部リファレンスがイネーブルの場合に限り効果があります。内部リファレンスの値は、デフォルトで 2.5V に設定されています。

内部リファレンスを使用している間にスタンバイ・モードに入ったり、スタンバイ・モードから復帰したりする場合 (つまり、デューティ・サイクル・モードを使用している場合) で、リファレンスがそのデカップリング以外の外部回路によって負荷されていない場合に限り、MISC レジスタにおいて STBY_REFHOL_EN ビットを 1 に設定することが推奨されます。これにより、内部リファレンスの電源消費電流 (IDD) の寄与を減らすように設計されたリファレンス・ホルダが、連続的にオンとオフを繰り返すことが可能になります。デューティ・サイクルが使用され、センサーへの電力供給に内部リファレンスが使用される状況では、MISC レジスタにおいて STBY_REFCORE_EN ビットを 1 に設定することにより、スタンバイ・フェーズ中にもリファレンスをオンに保つことが推奨されます。デューティ・サイクル動作中にスタンバイ状態でもアクティブ状態にしておくことができるブロックの詳細については、スタンバイ・モードのセクションを参照してください。

外部電圧リファレンスは、2 つの外部リファレンス入力オプションである REFIN1(±) または REFIN2(±) に供給することができます。外部リファレンス・オプションは、RTD 温度センサーにインターフェースする場合など、レシオメトリック計測が必要となるチャンネルがある場合に役立てることができます。

AD4130-4 の ADC リファレンス接続方式の簡略化した回路図については、図 70 を参照してください。

リファレンス・バッファ

チップには、リファレンス・バッファも内蔵されていて、内部リファレンスおよび外部から印加されたリファレンスと一緒に使用できます。バッファのバイパス・オプションでは、アナログ電源電圧まで全範囲のレール to レール・リファレンス入力が可能になり、バッファを有効にしたオプションでは、より低いリファレンス入力電流が使用できます。どちらのオプションでも AVDD 電流は同じです。関連する仕様については、表 3 を参照してください。リファレンス・バッファは、各 CONFIG_n レジスタにおいてチャンネルごとにイネーブルにすることができます。

動作原理

アナログ・フロント・エンド

アナログ入力マルチプレクサ

このデバイスは、4 個の差動アナログ入力または 8 個の疑似差動アナログ入力に対応しています。AD4130-4 は、柔軟性の高いマルチプレクサを採用しているため、図 71 に示すように、あらゆるアナログ入力ピンを正入力 (AINP) または負入力 (AINM) として選択できます。この機能により、ピンの接続チェックなどの診断を実行できます。また、この機能により PCB 設計も簡略化されます。例えば、同じ PCB に 2 線式、3 線式、4 線式の RTD を実装できます。

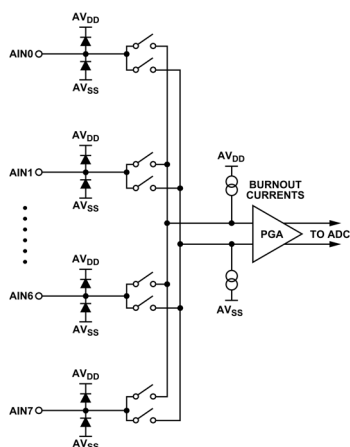


図 71. アナログ入力マルチプレクサ回路

オン・チップのマルチプレクサによりデバイスのチャンネル数が増加し、全てのチャンネル変更が変換プロセスと確実に同期できます。

チャンネル入力は、CHANNEL_m レジスタの AINP_m (ビット [4:0]) および AINM_m (ビット [4:0]) を用いて構成されます。このデバイスは、4 個の差動入力、8 個の疑似差動入力、またはその両方の組み合わせを使用できるように設定できます。

差動入力を使用する場合は、隣接するアナログ入力ピンを使用して入力ペアを構成します。隣接するピンを使用することで、チャンネル間のミスマッチを最小限に抑えることができます。

励起電流

デバイスには 2 つの励起電流 (IEXC0 および IEXC1) があり、CONFIG_n レジスタの I_OUT0_n ビットフィールドおよび I_OUT1_n ビットフィールドを設定することで、個別に 100nA、10μA、20μA、50μA、100μA、150μA、200μA に設定できます。励起電流仕様については、表 4 を参照してください。

IEXC0 および IEXC1 は、CHANNEL_m レジスタの I_OUT0_CH_m ビットフィールドおよび I_OUT1_CH_m ビットフィールドを設定することにより、任意のチャンネルで動作するように設定できます。更に、両方の電流を同じアナログ入力ピンに出力することもできます。ユーザは、チャンネル間のマルチプレクス時にフロント・エンドのセトリング時間を選択できます (FILTER_n レジスタの SETTLE_n ビット)。その後、変換プロセスが開始します。

MISC レジスタの STB_EN_IEXC ビットを 1 に設定することでデバイスがスタンバイ・モードになっている場合に、励起電流を自動的にオフにするように決定できます。

励起電流を使用する場合、内蔵リファレンスをイネーブルにする必要はないことに注意してください。

バイアス電圧発生器

AD4130-4 にはバイアス電圧発生器が内蔵されています。バイアス電圧は、全てのアナログ入力チャンネルで選択可能です。選択された入力ピンには、 $(AV_{DD} - AV_{SS})/2$ のバイアスが加わります。この機能は、熱電対アプリケーションに役立ちます。ADC を単電源で動作させる場合、熱電対によって生成された電圧には特定の DC 電圧付近のバイアスを加える必要があります。バイアス電圧発生器は、VBIAS_CONTROL レジスタの V_BIAS ビットフィールドを使用して制御されます。バイアス電圧発生器のパワーアップ時間は、負荷容量によって決まります。詳細については、表 4 を参照してください。

セカンダリ・リファレンス入力

AD4130-4 の入力のうち 2 つは、代わりにリファレンス入力となるように再構成することができます。

汎用出力

AD4130-4 には、P0 ピンから P2 ピンまでの 3 個の汎用出力 (GPO) があります。これらの出力をイネーブルにするには、IO_CONTROL レジスタの GPO_CTRL_Px ビットを使用します (表 41 を参照)。各ピンは、レジスタの GPO_DATA_Px ビットを使用してハイまたはローに設定できます。つまり、ピンの値は GPO_DATA_Px ビットの設定によって決定されます。これらのピンは、AVSS と AVDD の間の電圧を基準にした汎用出力として使用できます。

AVSS を DGND に接続し、IOVDD を AVDD に接続すると、これらのピンは、IOVDD ではなく AVDD で決まるロジック・レベルを持つデジタル出力として動作することができます。この構成では、一部の GPO を別の用途に再設定できます。P0 ピンは、割込みソースとして機能するように選択できます (データ・レディ信号のセクションを参照)。P2 ピン (AIN3) は、デバイスがスタンバイ・モード時にフラグを立てるように選択できます (パワーダウン・モードのセクションを参照)。

パワーダウン・スイッチ

ローサイド・パワー・スイッチ (PSW) により、ADC にインターフェースされたブリッジをパワーダウンさせることができます。歪みゲージやロード・セルなどのブリッジ・アプリケーションでは、システムで消費される電流の大半がブリッジ自体で消費されます。例えば、3V の電源で励起する場合、350Ω のロード・セルは 8.6mA の電流を必要とします。システムの消費電流を最小限に抑えるために、ブリッジを使用していないときは、パワーダウン・スイッチを使用してブリッジの電力供給を遮断することができます。スイッチの仕様については、表 4 を参照してください。PSW の制御は、チャンネル・シーケンサを用いて自動化できます。各チャンネル構成には、CHANNEL_m レジスタに含まれる専用の PDSW_m ビットフィールドがあります。

動作原理

プログラマブル・ゲイン・アンプ

ゲイン段がイネーブルの場合、マルチプレクサからの出力は PGA の入力に供給されます。PGA が内蔵されているので、AD4130-4 内で小さい振幅の信号を増幅しながらも、優れたノイズ性能を維持することが可能です。PGA では、それぞれの CONFIG_n レジスタの PGA ビットを使用して、ゲインを 1、2、4、8、16、32、64、または 128 にプログラムすることができます。

各 CONFIG_n レジスタの PGA_BYP_n ビットをイネーブルにすることで、PGA をバイパスすることも可能です。このビットを 1 にセットすると PGA はバイパスされるため、ゲイン制御は使用できず、ゲインは 1 となります。PGA バイパス・モードは、電力を節約し、ノイズを更に低減するのに使用できますが、アナログ入力電流が高くなるという代償があります。詳細については電源仕様のセクションとアナログ入力電流のセクションを参照してください。

アナログ入力範囲は $\pm V_{REF}/\text{ゲイン}$ です。表 40 を参照してください。

表 40. 絶対入力範囲の例

PGA Gain	2.5 V Reference		1.25 V Reference	
	Unipolar	Bipolar	Unipolar	Bipolar
1	0 to 2.5 V	± 2.5 V	0 to 1.25 V	± 1.25 V
32	0 to 78.12 mV	± 78.12 mV	0 to 39.06 mV	± 39.06 mV
128	0 to 19.53 mV	± 19.53 mV	0 to 9.76 mV	± 9.76 mV

リファレンス値が高い場合、例えば、 $V_{REF} = AV_{DD}$ のときは、アナログ入力範囲を制限する必要があります。これらの制限の詳細については、表 2 を参照してください。

表 41. IO_CONTROL レジスタ

Addr.	Name	Bits	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Reset	RW
0x03	IO_CONTROL	[15:8]	RESERVED					SYNCB_CLEAR	INT_PIN_SEL		0x0000	R/W
		[7:0]	GPO_DATA_P2	GPO_DATA_P1	GPO_DATA_P0	RESERVED	GPO_CTRL_P2	GPO_CTRL_P1	GPO_CTRL_P0	RESERVED		

動作原理

その他の機能

校正

内部校正とシステム校正の両方がチップに搭載されているため、デバイス内部だけのオフセットまたはゲイン誤差を取り除くか、あるいはシステム全体のオフセットまたはゲイン誤差を取り除くかを選択できます。[ADC の校正](#)のセクションを参照してください。

シーケンサ

AD4130-4では、最大16個のチャンネルと最大8個の異なるADCセットアップを事前に設定し、チャンネルごとに選択できます。このシーケンサは、イネーブルされた全てのチャンネルを自動的に変換します。詳細については、[スマート・チャンネル・シーケンサ](#)のセクションを参照してください。

診断機能

AD4130-4には、以下のような多くの診断機能が搭載されており、これによりアプリケーションにおいて様々な故障を高いレベルで検出できます。

- ▶ リファレンス検出
- ▶ 過電圧／低電圧の検出
- ▶ ADC機能のチェック
- ▶ SPI通信に対するCRC
- ▶ メモリ・マップに対するCRC
- ▶ SPI読出し／書き込みチェック

詳細については、[診断機能](#)のセクションを参照してください。

FIFO バッファ

AD4130-4には、FIFOバッファが内蔵されており、最大256個の変換結果を容易に保存できます。詳細については、[FIFO](#)のセクションを参照してください。

電源

このデバイスには、 AV_{DD} と IOV_{DD} の2つの独立した電源ピンがあります。

AV_{DD} は AV_{SS} を基準としており、内蔵のアナログ・レギュレータに電力を供給し、そこからADCに電力を供給します。 AV_{DD} と AV_{SS} の電圧差、つまり供給範囲は1.71V～3.6Vです。

AV_{SS} は、DGNDに接続します。あるいは、AD4130-4に両電源を構成するために0V未満にできます。例えば、 AV_{SS} を-1.8Vに接続し、 AV_{DD} を+1.8Vに接続することで、ADCに $\pm 1.8V$ を供給できます。 AV_{SS} の供給範囲は、DGNDに対して-1.8Vから0Vまでです。

IOV_{DD} はDGNDを基準とし、SPIインターフェースのロジック・レベルを設定し、デジタル処理を行う内蔵レギュレータに電力を供給します。デジタル IOV_{DD} 電源は、DGNDに対して1.65V～3.6Vの範囲で変えることができます。

低電圧範囲オプションはバッテリー駆動動作に適しており、 AV_{DD} と IOV_{DD} の両方に1.71Vという低電圧の単電源でもAD4130-4の性能を達成できます。

詳細については、[電源供給方式](#)のセクションと[推奨デカップリング方法](#)のセクションを参照してください。

内蔵 LDO

内蔵の2つのLDOは、アナログ・ドメインとデジタル・ドメインに個別に電力を供給します。REGCAPAピンおよびREGCAPDピンには0.1 μF のデカップリング・コンデンサが必要です。これらのピンは、それぞれ AV_{DD} LDOおよび IOV_{DD} LDOの出力です。

パワーオン・リセット

AD4130-4は、[図 72](#)に示すように、 IOV_{DD} 電圧が初めて印加されたときに、パワーオン・リセット (POR) 信号を生成するように設計されています。PORにより、ユーザ設定レジスタの状態がリセットされます。 IOV_{DD} とデジタルLDOの電圧が指定動作範囲未満に低下した場合に、PORが発生します。 AV_{DD} およびアナログLDOの電圧が低下しても、デバイスのリセットは発生しません。

ステータス・レジスタのPOR_FLAG ([表 48](#)を参照) は、 IOV_{DD} またはデジタルLDOの電源が閾値を下回った場合に1に設定され、ステータス・レジスタを読み出すとクリアされます。

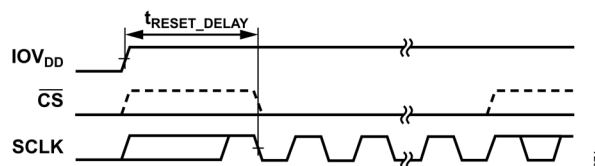


図 72. POR タイミング図

パワーオン・リセットまたはソフトウェア・リセットの後、AD4130-4のデフォルト構成は次のとおりです。

- ▶ チャンネル：CHANNEL_0 レジスタでは、チャンネルがイネーブルであり、AIN0 が正入力に、AIN1 が負入力に選択されています。SETUP_m = 0 が選択されています。
- ▶ ADC セットアップ (SETUP_m ビットフィールド)：CONFIG_0 レジスタでは、励起電流およびバーンアウト電流がオフ、リファレンス・バッファがディスエーブルであり、外部リファレンスが選択されており、PGA ゲインが1に設定されています。FILTER_0 レジスタでは、FS ビット[10:0] = 0x30で、sinc³スタンドアロン・フィルタが選択されています。
- ▶ ADC の制御：ADC_CONTROL レジスタ ([表 47](#)を参照) では、AD4130-4 は連続変換モードで、連続読出しはディスエーブル、データ・コーディングはオフセット・バイナリに設定されています。また内部発振器はイネーブルであり、メインのクロック・ソースに選択されています。内部リファレンスはディスエーブル、 \overline{CS} ピンはディスエーブル (3 線式モード) で、ステータス・レジスタの内容はデータ出力には追加されません。
- ▶ 診断機能：唯一イネーブルになっている診断機能はSPI_IGNORE_ERR 機能です。

動作原理

このリストでは、いくつかのレジスタ設定オプションのみが示されており、一例にすぎない点に注意してください。完全なレジスタの情報については、[AD4130-4 のレジスタ](#)のセクションを参照してください。

パワーダウン・モード

AD4130-4 には複数のパワーダウン・モードがあり、ADC_CONTROL レジスタの MODE ビットを用いて選択できます (表 47 を参照)。MODE ビットでは、異なる ADC 変換モードの選択もできます。表 42 には、パワーダウン・モードのオプションのみを記載しています。

表 42. パワーダウン・モードのオプション

MODE	ADC Conversion Mode
0b0010	Standby
0b0011	Power-down
0b0100	Idle

パワーダウン・モード

パワーダウン・モードは AD4130-4 の最低消費電力モードです。全ブロックの電源がオフになり、レジスタ情報は保持されません。パワーダウン・モードに移行するには、デバイスがスタンバイ・モードである必要があります。それ以外の場合、デバイスは連続変換モードに移行します。この手順は安全機能の役割を果たし、パワーダウン・モードへの偶発的なあるいは不必要な遷移を防止します。

パワーダウン・モードを終了するには、デバイスをリセットする必要があります。[デバイスのリセット](#)のセクションを参照してください。

アイドル・モード

アイドル・モードでは、モジュレータとデジタル・フィルタがリセット状態に保持されます。全てのユーザ・レジスタは、それまでに設定された内容を保持します。アイドル・モードでは、連続変換モードに対して消費電流にほとんど変化がないことに注意してください。

アイドル・モードを終了するには、ADC_CONTROL レジスタの MODE ビットに、別の動作モードを選択するように書き込みます。

スタンバイ・モード

スタンバイ・モードおよびデューティ・サイクル時のスタンバイ・モードでは、レジスタの内容が保持され、ステータス・レジスタの RDYB ビット (表 48 を参照) が 1 に設定されます。MISC レジスタの STBY_OUT_EN ビットを 1 に設定することで、同じスタンバイ信号を P2 ピン (AIN3) に転送できます。

MISC レジスタでは、スタンバイ・モード時にイネーブルを維持する機能を次のように選択できます。

- ▶ STBY_EN_DIAGNOSTICS ビットを 1 に設定することで、診断機能をイネーブルのまま維持できます。一部の診断機能では、内部発振器もイネーブルにする必要があります。そのため、ERROR_EN レジスタでこれらのエラーをイネーブルにして、STBY_EN_DIAGNOSTICS を 1 に設定すると、内蔵発振器がイネーブルのまま維持されます。
- ▶ STBY_GPO_EN ビットを 1 に設定することで、GPO 信号をイネーブルのまま維持できます。
- ▶ STBY_PDSW_EN ビットを 1 に設定することで、パワーダウン・スイッチをイネーブルのまま維持できます。
- ▶ STBY_BURNOUT_EN ビットを 1 に設定することで、バーンアウト電流をイネーブルのまま維持できます。
- ▶ STBY_VBIAS_EN ビットを 1 に設定することで、VBIAS をイネーブルのまま維持できます。
- ▶ STBY_IEXC_EN ビットを 1 に設定することで、励起電流をイネーブルのまま維持できます。
- ▶ STBY_REFHOL_EN ビットと STBY_INTREF_EN ビットを 1 に設定することで、内部リファレンスをイネーブルのまま維持できます。

スタンバイ・モードを終了するには、ADC_CONTROL レジスタの MODE ビットに、別の動作モードを選択するように書き込みます。詳細については、[スタンバイ・モードからの復帰タイミング](#)のセクションを参照してください。

デジタル・インターフェース

AD4130-4 には、QSPI™ や MICROWIRE™ インターフェース規格をはじめ、ほとんどのデジタル・シグナル・プロセッサ (DSP) に対応できる、4 線式 (\overline{CS} 、SCLK、DIN、DOUT) または 3 線式 (SCLK、DIN、DOUT) の SPI が備わっています。このインターフェースは SPI モード 3 で動作し、 \overline{CS} をローに接続した状態で動作させることができます (3 線式)。SPI モード 3 では、SCLK はアイドル状態でハイを保ち、図 73 に示すように、SCLK の立下がりエッジがドライブ・エッジ、SCLK の立上がりエッジがサンプル・エッジです。つまり、DIN のデータは SCLK の立上がりエッジで取り込まれ、DOUT のデータは SCLK の立下がりエッジで送出されます。DOUT をリードバックするには、SCLK の立上がりエッジを用いるか、 t_{DOUT_VALID} の時間経過を待って、DOUT 信号をサンプリングします。SCLK ピンはシュミット・トリガ入力を用意しているため、このインターフェースは光絶縁アプリケーションに適しています。その他のインターフェース・ピンは INT および SYNC です。

タイミング仕様については、表 9 および表 10 を参照してください。



図 73. SPI モード 3、SCLK のエッジ

AD4130-4 のデジタル・インターフェースのロジック・レベルは、IOV_{DD} の電圧によって設定され、その範囲は 1.65V ~ 3.6V です。

レジスタ・マップへのアクセス

コミュニケーション・レジスタ (COMMS) は ADC の全レジスタ・マップへのアクセスを制御します。このレジスタは 8 ビットの書き込み専用レジスタです (表 43 参照)。起動時またはソフトウェア・リセット後に、デジタル・インターフェースはデフォルトでコミュニケーション・レジスタへの書き込みを待つ状態になります。したがって、デバイスに対する全ての通信は、コミュニケーション・レジスタへの書き込み動作から開始する必要があります。

コミュニケーション・レジスタに書き込まれるデータによって、次の動作が読出し動作かあるいは書き込み動作か (R/ \overline{W} ビット)、および、どのレジスタにアクセスするか (RS ビット [5:0]) が決まります。書き込みをイネーブルするには、8 ビットの COMMS レジスタの MSB を 0 にセットする必要があります (\overline{WEN} ビット)。トランザクション時に \overline{WEN} が 1 にセットされると、デバイスはレジスタ内の後続ビットに対するクロック駆動を停止します。

インターフェース同期が失われた状況で \overline{CS} を用いる場合、 \overline{CS} をハイに戻すことでデジタル・インターフェースはデフォルト状態にリセットされ、その時点の動作は全てアボートされます。

この動作では、デバイスのレジスタはデフォルト値にリセットされません (デバイスのリセットのセクションを参照)。

選択されたレジスタの読出し動作または書き込み動作が完了すると、インターフェースはデフォルト状態、すなわち、コミュニケーション・レジスタへの書き込み動作待ちの状態に戻ります。

図 74 および図 75 には、レジスタへの書き込み操作とレジスタからの読出し操作が示されています。まず、8 ビット・コマンドをコミュニケーション・レジスタに書き込み、続いてアドレス指定されたレジスタのデータを書き込みます。DOUT のデータ長は、選択されたレジスタおよびイネーブル中の SPI CRC に応じて、8 ビット、16 ビット、24 ビット、32 ビットのいずれかになります。

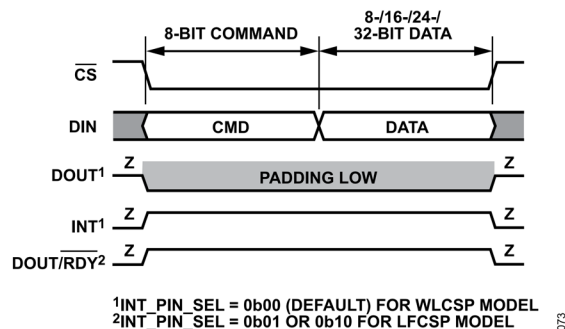


図 74. レジスタへの書き込み (レジスタ・アドレスを含む 8 ビットのコマンドに続けてデータ)

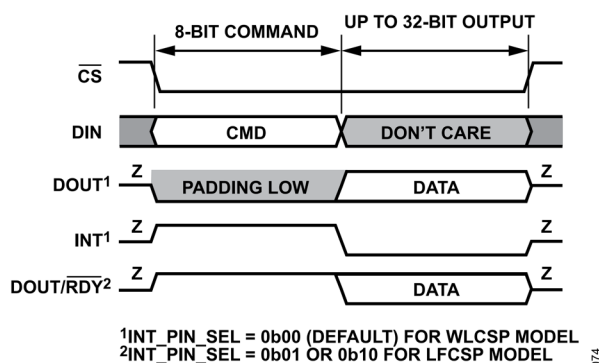


図 75. レジスタからの読出し (レジスタ・アドレスを含む 8 ビットのコマンドに続けてデータ)

デバイスの識別

本デバイスとの通信が正しく行われていることを確認するには、ID レジスタの読出しが推奨されます。ID レジスタは読出し専用レジスタです。表 44 および識別レジスタのセクションには、コミュニケーション・レジスタおよび ID レジスタの詳細が記載されています。

デジタル・インターフェース

表 43. コミュニケーション・レジスタ

Reg.	Name	Bits	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Reset	RW
0x00	COMMS	[7:0]	WEN	R/W			RS[5:0]				0x00	W

表 44. ID レジスタ

Reg.	Name	Bits	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Reset	RW
0x05	ID	[7:0]				RESERVED		SILICON_ID		MODEL_ID	0x0X ¹	R

¹ 詳細については、[識別レジスタ](#)のセクションを参照してください。

デバイスのリセット

64 個連続する 1 をデバイスに書き込むことで、AD4130-4 の回路およびシリアル・インターフェースをリセットできます。この操作によって、ロジック、デジタル・フィルタ、アナログ・モジュレータがリセットされ、オン・チップの全てのレジスタがデフォルト値にリセットされます。リセットは、SCLK ラインのノイズによってシリアル・インターフェースが非同期になった場合に役立ちます。

ソフトウェア・リセットのタイミング図を[図 76](#)に示します。

AD4130-4 では、リセット・イベントとレジスタの読出し／書込みトランザクションの間に最小遅延時間が必要です。

[図 76](#)に遅延を示します。この遅延は[表 9](#)の $t_{\text{RESET_DELAY}}$ で表されます。デバイスの準備が整う前にデジタル・ホストが SPI トランザクションを実行しようとした場合、トランザクションは成功しない可能性があり、エラー・レジスタの SPI_IGNORE_ERR ビットが設定されます。SPI_IGNORE_ERR は、読出し可能で 1 を書き込むことでクリアされる (R/W1C 属性) ビットです。リセットが発生すると、ステータス・レジスタの POR_FLAG ビット ([表 48](#)を参照) が 1 に設定され、ビットが読出されると 0 に設定されます。

[図 72](#)に示すように、リセットは起動時に自動的に行われます。

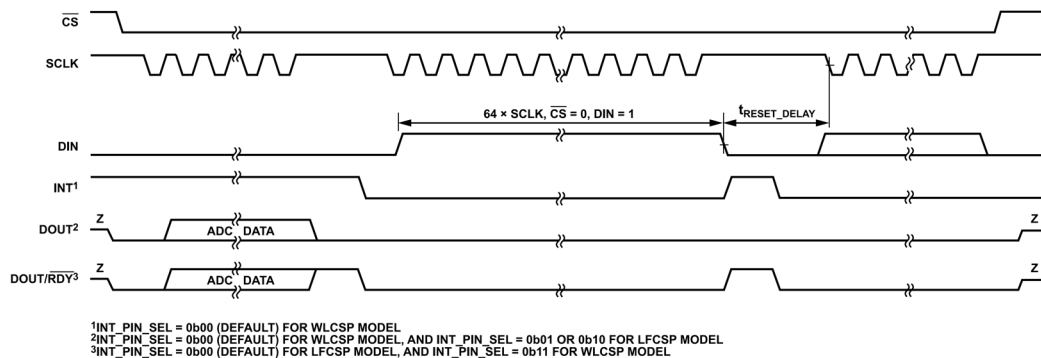


図 76. ソフトウェア・リセットのタイミング図

ADC の設定と動作

AD4130-4 は柔軟な設定や動作モードが可能です。

バイポーラ／ユニポーラ設定

AD4130-4 へのアナログ入力、ユニポーラまたはバイポーラの入力電圧範囲を受け入れることができます。AINP 入力のユニポーラ信号とバイポーラ信号は、AINM 入力の電圧を基準としています。AINP および AINM の入力電圧は、表 2 の仕様に従って、AV_{DD} と AV_{SS} の間にある必要があります。

データ出力コーディング

ADC_CONTROL レジスタのバイポーラ・ビット（表 47 を参照）は、ADC データのデータ出力コーディングと、本デバイスが後処理でオフセット係数およびゲイン係数をどのように適用するかを決定します。ADC の校正のセクションを参照してください。

デフォルトでは、バイポーラ・ビットは 1 に設定されており、これはオフセット・バイナリ・コーディングに対応します。この設定は、バイポーラ入力電圧を $-V_{REF}/\text{ゲイン}$ から $V_{REF}/\text{ゲイン}$ にするために用いるのに適しています。ユニポーラ入力設定に対してバイポーラ・ビットが 1 に設定された場合、入力（AINP – AINM、AINP は常に AINM 以上）は、0x800000（ゼロ・スケール）から 0xFFFFF（フルスケール）の出力コードで表されます。

バイポーラ・ビットを 0 に設定すると、データ出力コーディングは自然（ストレート）バイナリに変わります。この設定は、ユニポーラ入力電圧を 0V から $V_{REF}/\text{ゲイン}$ にするために用いるのに適しています。バイポーラ入力設定に対してバイポーラ・ビットが 0 に設定された場合、AINP < AINM となる全てのケースが 0x000000（ゼロ・スケール）に制限されます。

バイポーラ・ビットの値は、デバイスが FIFO 設定の閾値を解釈する方法にも影響を与えることに注意してください。

表 45 に、任意のアナログ入力電圧に対するデータ出力コーディングのオプションとそれぞれの出力コードの計算式を示します。

表 45. ADC データ出力コーディングのオプション

Bipolar Bit	Data Output Coding	Output Code Equation ¹
0b0	Straight binary	$\text{Code} = (2^N \times V_{IN} \times \text{Gain}) / V_{REF}$
0b1 (default)	Offset binary	$\text{Code} = 2^{N-1} \times ((V_{IN} \times \text{Gain} / V_{REF}) + 1)$

¹ N = 24、V_{IN} は差動入力電圧、Gain はゲイン設定（1～128）。

表 46 には、ADC_CONTROL レジスタのバイポーラ・ビットの選択に応じた、入力信号とそれに関連する出力コーディングとの間で予定されている対応関係が示されています。

表 46. 特定の入力差動信号に対する理想的な出力コード

AINP – AINM	Bipolar Bit = 0b0	Bipolar Bit = 0b1
Negative Full Scale	0x000000	0x000000
Zero Scale	0x000000	0x800000
Mid Scale	0x800000	N/A ¹
(Positive) Full Scale	0xFFFFF	0xFFFFF

¹ N/A は該当なしを意味します。

ステータス・ビット

ステータス・レジスタの内容（表 48 を参照）は、AD4130-4 の各変換結果に追加できます。この機能は、複数のチャンネルがイネーブルの場合に役立ちます。変換結果が出力されるたびに、ステータス・レジスタの内容が追加され、データ・レジスタの読み出しフォーマットは、DATA[23:0]、STATUS[7:0] となります。ステータス・レジスタの下位 4 ビット（CH_ACTIVE ビットフィールド）には、変換がどのチャンネルに対応するかが示されています。更に、POR_FLAG ビットを確認して、MAIN_ERR ビットで何らかのエラーのフラグが設定されているかどうかを確認します。全ての変換結果にステータス・レジスタの内容を追加するには、ADC_CONTROL レジスタの DATA_STATUS ビットを 1 に設定します（表 47 を参照）。

表 47. ADC_CONTROL レジスタ

Addr.	Name	Bits	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Reset	RW
0x01	ADC_CONTROL	[15:8]	RESERVED	BIPOLAR	INT_REF_VA L	DOUT_DIS_ DEL	CONT_REA D	DATA_STAT US	CSB_EN	INT_REF_E N	0x4000	R/W
		[7:0]	RESERVED	DUTY_CY C_RATIO	MODE				CLK_SEL			

表 48. ステータス・レジスタ

Addr.	Name	Bits	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Reset	RW
0x00	STATUS	[7:0]	RDY	MAIN_ERR	RESERVED	POR_FLAG	CH_ACTIVE				0x10	R

表 49. CHANNEL_m レジスタ（m = 0～15）

Addr.	Name	Bits	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Reset	RW
0x09 to 0x18	CHANNEL_m (m = 0 to 15)	[23:16]	ENABLE_m	SETUP_m			PDSW_m	THRES_EN_m	AINP_m[4:3]		0xxxxxx ¹	R/W
		[15:8]	AINP_m[2:0]			AINM_m						
		[7:0]	I_OUT1_CH_m				I_OUT0_CH_m					

¹ CHANNEL_0 のデフォルト値は 0x800100 です。その他の全チャンネルのデフォルト値は 0x000100 です。

ADC の設定と動作

スマート・チャンネル・シーケンサ

AD4130-4 では、CHANNEL_m レジスタで最大 16 チャンネルを設定してイネーブルにすることができます。イネーブルにされた各チャンネルは、ホスト・プロセッサがスリープ状態の間も動作を継続できる自動シーケンスの一部となります。

CHANNEL_m レジスタにより、以下のことが可能になります。

- ▶ プラス入力およびマイナス入力を選択する (AINP_m ビットフィールドおよび AINM_m ビットフィールド)。
- ▶ 励起電流を特定のピンに割り当てる (I_OUT0_CH_m ビットフィールドおよび I_OUT1_CH_m ビットフィールド)。
- ▶ ADC セットアップを選択する (SETUP_m ビットフィールド)。
- ▶ パワーダウン・スイッチと閾値を有効にする (PDSW_m ビットフィールドおよび THRES_EN_m ビットフィールド)。
- ▶ チャンネルをイネーブルにして、シーケンスに含める (ENABLE_m ビットフィールド)。

詳細については、表 49 を参照してください。

異なる設定を選択して複数のチャンネルをイネーブルした場合、AD4130-4 は全ての変換モードにおいてそれらのチャンネルを自動的に順番に処理します。シーケンスの実行は、イネーブルに

した最小番号のチャンネルから開始し、イネーブルにした最大番号のチャンネルまで昇順で進みます。イネーブルにした各チャンネルが選択された場合、初回変換を開始するのに必要な時間は、選択されたチャンネルのフロント・エンドのセトリング時間 (FILTER_n レジスタの SETTLE_n ビット) と同じです。例については、図 95 を参照してください。

ADC セットアップ

事前に定めた ADC セットアップをチャンネルごとに選択できます (CHANNEL_m レジスタの SETUP_m ビット)。AD4130-4 では最大 8 通りの ADC セットアップが可能です。各 ADC セットアップは、設定、フィルタ、ゲイン、オフセットの各設定で構成されます。

例えば、SETUP_m = 0 (ADC セットアップ 0) の場合は、CONFIG_0 レジスタ、FILTER_0 レジスタ、OFFSET_0 レジスタ、GAIN_0 レジスタで構成されます。図 77 には、これらのレジスタのグループ分けが示されています。表 50～表 53 には、各 ADC セットアップに関連する 4 つのレジスタが示されています。

表 50. CONFIG_n レジスタ (n = 0～7)

Addr.	Name	Bits	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Reset	RW
0x19 to 0x20	CONFIG_n (n = 0 to 7)	[15:8]	I_OUT1_n			I_OUT0_n			BURNOUT_n		0x0000	R/W
		[7:0]	REF_BUFP_n	REF_BUFM_n	REF_SEL_n		PGA_n			PGA_BYP_n		

表 51. FILTER_n レジスタ (n = 0～7)

Addr.	Name	Bits	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Reset	RW
0x21 to 0x28	FILTER_n (n = 0 to 7)	[23:16]	SETTLE_n			REPEAT_n					0x002030	R/W
		[15:8]	FILTER_MODE_n				RESERVED		FS_n[10:8]			
		[7:0]	FS_n[7:0]									

表 52. OFFSET_n レジスタ (n = 0～7)

Addr.	Name	Bits	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Reset	RW
0x29 to 0x30	OFFSET_n (n = 0 to 7)	[23:16]	OFFSET_n[23:16]								0x800000	R/W
		[15:8]	OFFSET_n[15:8]									
		[7:0]	OFFSET_n[7:0]									

表 53. GAIN_n レジスタ (n = 0～7)

Addr.	Name	Bits	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Reset	RW
0x31 to 0x38	GAIN_n (n = 0 to 7)	[23:16]	GAIN_n[23:16]								0xFFFFFFFF	R/W
		[15:8]	GAIN_n[15:8]									
		[7:0]	GAIN_n[7:0]									

ADC の設定と動作

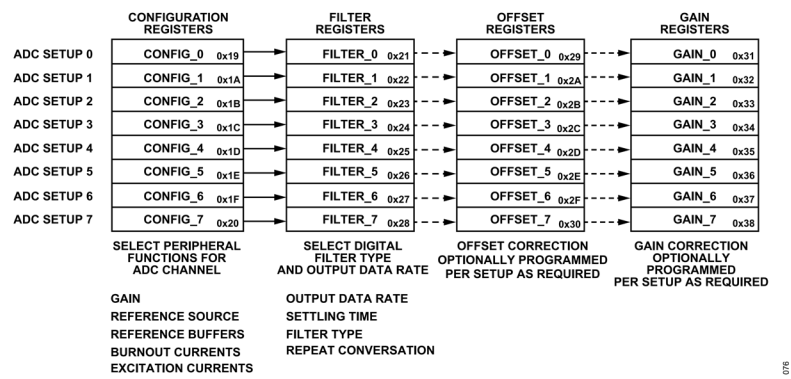


図 77. ADC セットアップ・レジスタのグループ分け

設定レジスタ

CONFIG_n レジスタにより、以下のことが可能になります。

- ▶ PGA ゲインを設定する (PGA_n ビットフィールド)。
- ▶ PGA モードを設定する (PGA_BYP_n ビットフィールド)。
- ▶ リファレンス・ソースを選択する (REF_SEL_n ビットフィールド)。
- ▶ リファレンス・バッファをイネーブルにする (REF_BUFP_n ビットフィールドおよび REF_BUFM_n ビットフィールド)。
- ▶ バーンアウト電流をイネーブルにして選択する (BURNOUT_n ビットフィールド)。
- ▶ 励起電流をイネーブルにして選択する (I_OUT1_n ビットフィールドおよび I_OUT2_n ビットフィールド)。

詳細については、表 50 を参照してください。

フィルタ・レジスタ

FILTER_n レジスタにより、以下のことが可能になります。

- ▶ ADC モジュールタの出力でのデジタル・フィルタを選択する (FILTER_MODE_n ビットフィールド)。
- ▶ フィルタに適用される FS 値を選択する (FS_n ビット[10:0])。
- ▶ この ADC セットアップでの変換回数を 1 回～32 回の間で選択する (REPEAT_n ビットフィールド)。
- ▶ センサー出力が変換開始前に安定した値に達するように、フロント・エンドのセトリング時間を設定する (SETTLE_n ビットフィールド)。

詳細については、表 51 を参照してください。

オフセット・レジスタおよびゲイン・レジスタ

オフセットおよびゲインの設定は、その ADC セットアップに関連するチャンネルで校正が行われた後に、データ出力の調整に使用されます。ゲイン・レジスタおよびオフセット・レジスタのプログラムは、図 77 でレジスタ・ブロック同士が破線で結ばれているように、どのような場合でも任意です。内部校正、システム・オフセット校正、またはフルスケール校正が実施された場合、選択されたチャンネルのゲイン・レジスタおよびオフセット・レジスタは自動的に更新されます。詳細については、ADC の校正のセクション、表 52、表 53 を参照してください。

ADC の変換モード

AD4130-4 には複数の変換モードがあります。これらを選択するには、ADC_CONTROL レジスタの MODE ビットを用います (表 47 を参照)。MODE ビットでは、様々なパワーダウン・モードの選択もできます。表 54 には、ADC 変換モードのオプションのみを示します。

表 54. ADC の変換モードのオプション

MODE	ADC Conversion Mode
0b0000 (Default)	Continuous conversion
0b0001	Single sequence
0b1001	Duty cycling
0b1010	Single sequence + idle by SYNC
0b1011	Single sequence + STBY by SYNC

連続変換モード

連続変換モードはデフォルトのモードです。ADC は、イネーブルにした各チャンネルで連続的に変換を行います。シーケンスが完了すると、ADC はイネーブルにした最小番号のチャンネルから再度開始します。

シングル・シーケンス・モード

シングル・シーケンス・モードでは、AD4130-4 は単一の変換シーケンスを実行し、変換完了後はスタンバイ・モードに移行します。複数のチャンネルをイネーブルにした場合、ADC はイネーブルにしたチャンネルを一度だけ順に自動でシーケンス処理を行い、その後スタンバイ・モードに入ります。シングル・シーケンス・モードをイネーブルにするには、MODE = 0b0001 を選択します。AD4130-4 がシングル・シーケンス・モードで変換を行っている場合、SPI 書込みは無視されます。

シングル・シーケンス変換は、SYNC ピンを用いて外部から制御します。ADC_CONTROL レジスタで MODE = 0b1010 を選択すると、「SYNC によるシングル・シーケンス+アイドル」モードを有効化できます。このモードで、デバイスをアイドル・モードから解除し、新しいシングル・シーケンスを開始するには、SYNC ピンへのパルスをロー・レベルにします。アイドル・モードでは、モジュールおよびデジタル・フィルタはリセット状態に保持されます。ADC_CONTROL レジスタで MODE = 0b1011 を選択すると、「SYNC によるシングル・シーケンス+STBY」モードを有効化できます。このモードで、デバイスをスタンバイから解除し、新しい変換シーケンスを開始するには、

ADC の設定と動作

$\overline{\text{SYNC}}$ ピンへのパルスをロー・レベルにします。スタンバイでは、レジスタの内容が保持されます。「 $\overline{\text{SYNC}}$ によるシングル・シーケンス + スタンバイ」モードの場合、REPEAT_n ビット機能が利用できます。詳細については、[システム同期](#)のセクションを参照してください。

図 78 または図 80 に示すように、 $\overline{\text{SYNC}}$ ピンのパルス間の時間はシングル・シーケンス変換の時間より長くし、デバイスが

$\overline{\text{SYNC}}$ ピン・パルスの間にアイドル・モードまたはスタンバイ・モードに移行できるようにして、タイミングの問題を回避する必要がありますことに注意してください。 $\overline{\text{SYNC}}$ ピンのレートは、シーケンス内の各チャンネルのサンプル・レートを決定するのに使用します。詳細については、[システム同期](#)のセクションを参照してください。

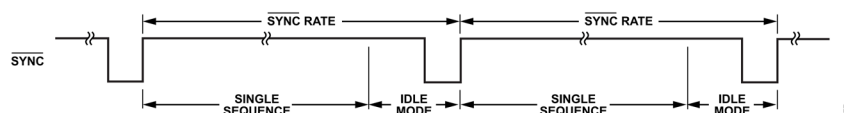


図 78. 「シングル・シーケンス + $\overline{\text{SYNC}}$ によるアイドル」モードの例を示す図

DUTY_CYC. RATIO = 1/4	~25% ACTIVE TIME	~75% STANDBY TIME	~25% ACTIVE TIME	~75% STANDBY TIME
DUTY_CYC. RATIO = 1/16	~6.25% ACTIVE TIME	~93.75% STANDBY TIME	~6.25% ACTIVE TIME	~93.75% STANDBY TIME

¹DIAGRAM NOT TO SCALE

図 79. デューティ・サイクル・モードの図

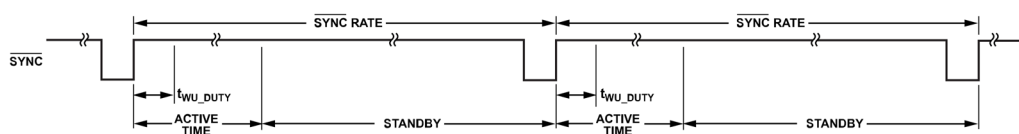


図 80. 「シングル・シーケンス + $\overline{\text{SYNC}}$ による STBY」モードの例を示す図

ADC の設定と動作

デューティ・サイクル・モード

デューティ・サイクル・モードでは、デバイスがアクティブ・モードとスタンバイ・モードを自動的に連続で繰り返すため、消費電力を更に節約します。ADC はイネーブルにした各チャンネルで変換を行い、その後スタンバイ・モードに入ります。1 回のサイクルが終了すると、イネーブルにした最小番号のチャンネルの ADC 変換からサイクルが再開します。自動デューティ・サイクル・モードを有効にするには、ADC_CONTROL レジスタの MODE ビットフィールドを 1001 に設定します。このモードでは、デューティ・サイクル比がデフォルトで 1/4 に設定されています。つまり、デバイスがアクティブになるのは約 25% の時間であり、残りの時間はスタンバイしています。自動デューティ・サイクル比は、ADC_CONTROL レジスタの DUTY_CYC_RATIO ビットフィールドの値を 1 に設定することで、1/16 に変更できます。図 79 を参照してください。

デューティ・サイクル・モードでは、REPEAT_n ビットの機能は使用できません。デューティ・サイクル・モードのタイミングのセクションを参照してください。

デューティ・サイクル・シーケンス内の一部または全てのチャンネルでの変換に内部リファレンスを使用する場合、MISC レジスタの STBY_REFHOL_EN ビットを 1 に設定して、内部リファレンスがオン・オフを繰り返すことによる影響を低減することが推奨されます。デューティ・サイクル動作中にスタンバイ状態でもアクティブ状態にしておくことができるブロックの詳細については、スタンバイ・モードのセクションを参照してください。

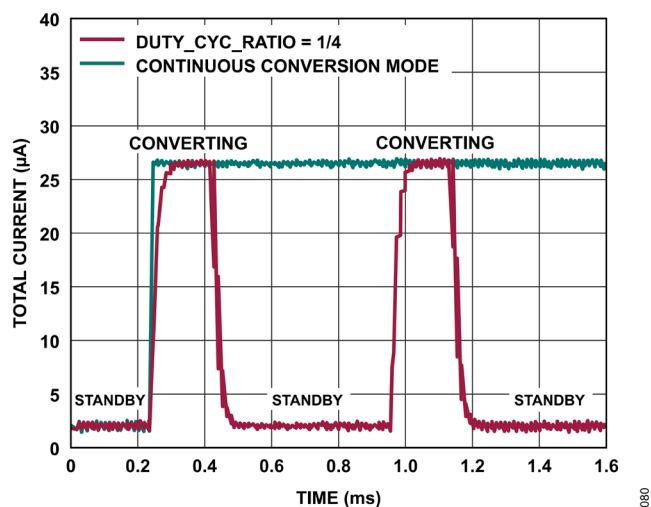


図 81. デューティ・サイクル・モードと連続変換モードにおける消費電流の比較例

データ・レディ信号

ADC 変換が終了すると、ステータス・レジスタの RDYB ビット (表 48 を参照) が 1 から 0 に変わります。内部生成されたデータ・レディ信号は、ADC の結果がデータ・レジスタにあり、リードバック可能な状態であることを示しています。選択したピンにこの信号を送信するには、表 55 に従って IO_CONTROL レジスタの INT_PIN_SEL ビット (表 41 を参照) を設定します。デフォルトでは、LFCSP デバイス用の AD4130-4 ではデータ出力ピンがこの機能を共用するのに対し (DOUT/RDY)、WLCSP ではデータ・レディ信号に対し専用の INT ピンがあります。ADC の読出し後に、データ・レディ信号はハイに戻ります。

表 55. レディ割り込みピンのオプション¹

INT_PIN_SEL	LFCSP	WLCSP
0b00 (Default)	DOUT/RDY	INT
0b01	CLK	CLK
0b10	P0	P0
0b11	DOUT/RDY	DOUT ²

¹ FIFO はディスエーブルです。FIFO がイネーブルの場合、INT_PIN_SEL ビットフィールドを使用して、選択した FIFO 割り込みを表 72 に示すようにピンに割り当てます。

² ピンは DOUT とデータ・レディ信号機能を兼用する形で動作します。

データ・レジスタ内の ADC 変換結果が読み出されない場合、データ・レディ信号は、次の変換結果が利用可能になるまでローのままです。データ・レディがローの状態では次の変換結果が利用可能な場合の最小のデータ・レディ・ハイ時間は、 t_{RDYH} と呼ばれ、表 9 および図 9 に示されています。

連続読出しモードが無効化されている場合 (連続読出しモードのセクションを参照)、データ・レディ信号がハイの間は、必要に応じて同じデータを再度読み出すことができます。ただし、次の出力の更新が近い場合は、後続の読出しを行ってはいけません。連続読出しモードがイネーブルの場合、ADC の結果を 1 回だけ読み出すことができます。

あるピンをデータ・レディ割り込みとして設定すると、そのピンに対する他のピン制御よりも優先されます。例えば、ADC_CONTROL レジスタの CLK_SEL ビット (表 47 を参照) で CLK ピンを CLK としてイネーブルに設定しても、CLK ピンが割り込みとしてイネーブルに設定されている場合は無視されます。

IO_CONTROL レジスタの GPO_CTRL_P0 ビットで P0 ピンを GPO としてイネーブルに設定しても、P0 が割り込みとしてイネーブルに設定されている場合は無視されます。P0 がデータ・レディ信号としてイネーブルに設定されている場合、スタンバイ・モードでは全ての GPO ピンが自動的にイネーブルのままになります。

FIFO がイネーブルされていると、データ・レディ信号は FIFO レディ信号となります。この信号は、FIFO が読出し可能であること (ロー)、またはデバイスがアクセスしている間ビジーであること (ハイ) を示します。この信号は、FIFO がイネーブルの場合に DOUT (WLCSP) または DOUT/RDY (LFCSP) に自動的に発生し、他のピンに割り当てることはできません。FIFO レディ信号のセクションを参照してください。

連続読出しモード

連続読出しモードは、ADC データにアクセスできるもう 1 つのインターフェース・モードです。連続読出しモードでは、データ・レジスタを読み出すために COMMS レジスタに書き込む必要はありません。このモードでは、データ・レディ信号は出力データのフレーミング信号として機能します。データ・レディ信号が変換の終了を示すローになるまで、SCLK は無視されません。データ・レディ信号がローになった後に必要な数の SCLK を印加し、データ・レジスタ内の変換結果を読出します。変換結果を読み出すと、データ・レディ信号はハイに戻り、次の変換結果が利用可能になるまで待機します。このモードでは、データの読出しが 1 回しかできません。次の変換が完了する前に、各サンプル・データを確実に読み出すようにしてください。次の変換が完了する前に前回の変換結果を読み出せなかった場合、または結果を読み出すのに十分なシリアル・クロックを印加できなかった場合、次の変換が完了したときにシリアル出力

ADC の設定と動作

レジスタがリセットされ、新しい変換結果が出力シリアル・レジスタに格納されます。

連続読出しモードを有効にするには、ADC_CONTROL レジスタの CONT_READ ビットをセットします (表 47 を参照)。このビットをセットすると、唯一可能なシリアル・インターフェース動作は、データ・レジスタからの読出しになります。そのため、このレジスタへの書込みは、デバイスへの構成書込みシーケンスの最後です。

連続読出しモードを終了するには、データ・レディ信号がローの間に、データ読出しコマンド (0x42) を書き込みます。CRC がイネーブルの場合、想定される 0x42 の CRC コマンド・バイトがデータの前に置かれ、CRC を検証するときにはこのコマンドを考慮する必要がありますが、0x42 コマンドを送信する際に CRC は不要です。あるいは、連続読出しモードを終了するには、

ソフトウェア・リセット、つまり、 $\overline{CS}=0$ および $DIN=1$ として 64 個の SCLK を印加します (図 76 参照)。これにより、ADC および全てのレジスタの内容がリセットされます。これらが、連続読出しモードに入った後にインターフェースが認識する唯一のコマンドです。命令をデバイスに書き込むまで、連続読出しモードでは、DIN をローに保持しなければなりません。

複数の ADC チャンネルがイネーブルの場合、各チャンネルは順番に出力され、ADC_CONTROL レジスタの DATA_STATUS ビットが設定されている場合には、ステータス・レジスタの内容がデータに追加されます。ステータス・レジスタには、その変換が対応するチャンネルが含まれます。

FIFO がイネーブルの場合、連続読出しモードはディスエーブルです。

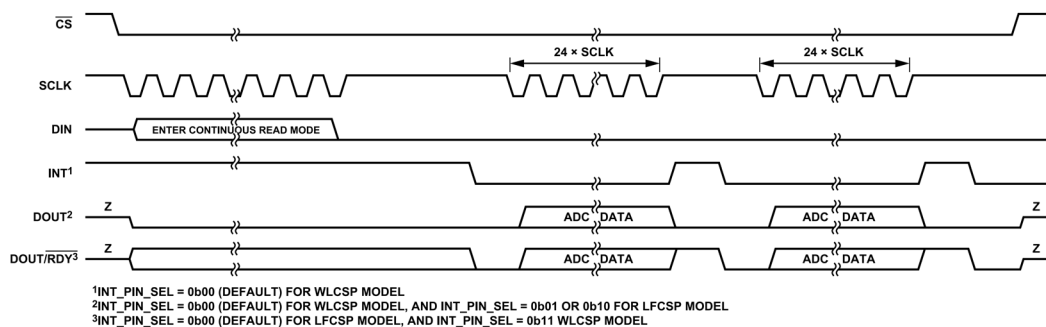


図 82. 連続読出しモードを開始する場合の説明図 (DATA_STATUS = 0)

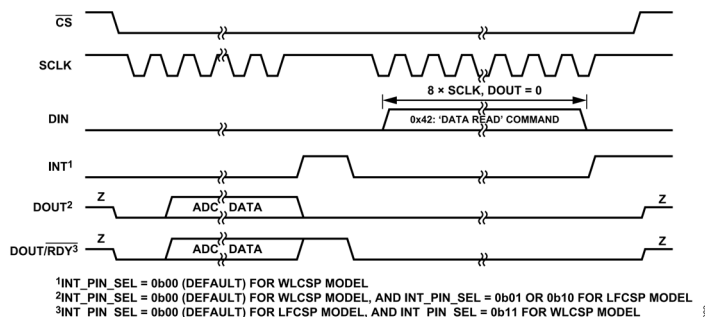


図 83. 連続読出しモードを終了する場合の説明図 (CRC はディスエーブル)

ADC の設定と動作

システム同期

$\overline{\text{SYNC}}$ ピンの入力を利用すると、いくつかの動作を容易にすることができます。デフォルトでは、このピンをローに保持しておく、デバイスのいかなる設定条件にも影響を与えることなく、モジュレータ、デジタル・フィルタ、校正制御ロジックをリセット状態に保つことができます。これにより、既知の時点、すなわち $\overline{\text{SYNC}}$ の立上がりエッジから、アナログ入力のサンプル取得を開始できます。同期機能を実行するには $\overline{\text{SYNC}}$ を $t_{\text{SYNC_PW}}$ の時間以上ローにします（[タイミング仕様](#)のセクションを参照）。 $\overline{\text{SYNC}}$ は、デジタル・インターフェースに影響を与えませんが、ロー・レベルの場合はデータ・レディ信号をハイ・レベルにリセットします。 $\overline{\text{SYNC}}$ ピンの立下がりエッジで、デジタル・フィルタとアナログ変調器がリセットされ、AD4130-4 は一貫した既知の状態になります。 $\overline{\text{SYNC}}$ ピンがロー・レベルの間、AD4130-4 はこの状態を維持します。 $\overline{\text{SYNC}}$ の立上がりエッジで、モジュレータおよびフィルタはこのリセット状態を解除し、デバイスは入力サンプルの収集を再開します。 $\overline{\text{SYNC}}$ ピンは、MCLK の立下がりエッジでサンプリングされます。そのため、確定的なタイミングが必要なアプリケーションでは、 $\overline{\text{SYNC}}$ ピンの値の変更は外部 MCLK (CLK) の立上がりエッジで行うことを推奨します。

変換の開始

$\overline{\text{SYNC}}$ ピンは変換開始コマンドとして使用できます。パワーアップ時および AD4130-4 の設定時に $\overline{\text{SYNC}}$ ピンをローに保持してください。その後、準備が整うと、 $\overline{\text{SYNC}}$ の立上がりエッジを使用し、選択した ADC モードに応じて変換または一連の変換を開始します。データ・レディ信号の立下がりエッジは各変換の完了を示し、ADC の結果をデータ・レジスタから読み出すことができます。

複数の AD4130-4 デバイスの同期

$\overline{\text{SYNC}}$ ピンは、共通の外部 MCLK で動作する複数の AD4130-4 デバイスを同期させるのに使用でき、データ・レジスタは同時に更新されます。デフォルトではこの機能はパワーアップ時に使用できます。複数のデバイスに接続された $\overline{\text{SYNC}}$ ピンにロー・パルスが発行されるのは、各 AD4130-4 が独自の校正を実行した後、または校正レジスタに校正係数をロードした後が通常です。その後、各 AD4130-4 デバイスの変換結果が同期されます。

デバイスは、 $\overline{\text{SYNC}}$ がロー・レベルからハイ・レベルに遷移した後の MCLK の立下がりエッジでリセットを終了します。このため、複数のデバイスを同期する場合、MCLK の立上がりエッジで $\overline{\text{SYNC}}$ ピンをハイ・レベルにプルアップし、全てのデバイスが MCLK の立下がりエッジでサンプリングを開始するように設定する必要があります。 $\overline{\text{SYNC}}$ ピンが適切なタイミングでハイにならない場合、デバイス間でメイン・クロック 1 サイクル分の差が生じる可能性があります。つまり、変換結果が利用できるタイミングが、デバイスによって最大でメイン・クロック 1 サイクル分異なります。

その他の同期モード

$\overline{\text{SYNC}}$ ピンの機能を変更して、「 $\overline{\text{SYNC}}$ によるシングル・シーケンス+アイドル」モードの場合はアイドル状態、「 $\overline{\text{SYNC}}$ によるシングル・シーケンス+STBY」モードの場合はスタンバイ状態をデバイスが終了するようにできます。詳細については、[ADC の変換モード](#)のセクションを参照してください。

その代わりに、IO_CONTROL レジスタの SYNCB_CLEAR ビット（[表 41](#)を参照）を 1 に設定することで、 $\overline{\text{SYNC}}$ ピンは FIFO をクリアすることにも使用できます。詳細については、[FIFO のクリア](#)のセクションを参照してください。

ADC の校正

各変換後、ADC の変換結果は、データ・レジスタに書き込まれる前に、OFFSET_n レジスタと GAIN_n レジスタに格納されている ADC 校正係数を使用してスケールされます。この作業に必要な後処理時間は、デジタル後処理 (DPP) 時間と呼ばれます。OFFSET_n レジスタのデフォルト値は 0x800000 であり、GAIN_n レジスタの公称値は 0x555555 です。

内部校正とシステム校正のどちらを AD4130-4 で使用しても、OFFSET_n レジスタと GAIN_n レジスタの更新ができます。そのため、デバイス内のみのオフセット誤差やゲイン誤差を除去するか、エンド・システム全体のオフセット誤差やゲイン誤差を除去するかを選択できます。

AD4130-4 には、[表 56](#)に示す 4 つの校正モードがあり、ADC セットアップごとにオフセット誤差およびゲイン誤差を除去するのに使用できます。

表 56. ADC の校正モードのオプション

MODE	ADC Calibration Mode
0b0101	Internal offset calibration (zero scale)
0b0110	Internal gain calibration (full scale)
0b0111	System offset calibration (zero scale)
0b1000	System gain calibration (full scale)

内部またはシステムのオフセット校正により、オフセット誤差はノイズのレベルまで抑制されます。ゲイン誤差は、ゲインが 1、かつ PGA_BYP_n = 0 での状態で、周囲温度において工場校正されています。このため、PGA_BYP_n = 0 でゲインが 1 の状態での内部ゲイン校正は、AD4130-4 ではサポートされていません。その他のゲイン値では、システム・ゲイン校正により、ゲイン誤差はノイズのレベルまで抑制されます。

校正時は、1 チャンネルのみをアクティブにできます。動作の観点からは、校正は別の ADC 変換のように扱う必要があります。ステータス・レジスタの RDYB ビット（[表 48](#)を参照）またはデータ・レディ信号をモニタするようにシステム・ソフトウェアを設定し、ポーリング・シーケンスまたは割り込みで実行されるルーチンによって校正の終了を判定します。校正を開始するには、ADC_CONTROL レジスタの MODE ビット（[表 47](#)を参照）に適切な値を書き込みます。校正が開始されると、データ・レディ信号はハイ状態に移行し、ステータス・レジスタの RDYB ビットは 1 に設定されます。校正が完了すると、対応する OFFSET_n レジスタまたは GAIN_n レジスタの内容が更新され、ステータス・レジスタの RDYB ビットが 0 に設定され、データ・レディ信号がロー・レベルに戻り（ $\overline{\text{CS}}$ がロー・レベルの場合）、AD4130-4 がアイドル・モードに復帰します。

どのような出力データレートでも、校正の実行は可能です。低い出力データレートをを用いると校正精度が高くなり、この精度は高い出力データレートに対しても有効です。特定のチャンネルは、リファレンス・ソースまたはゲインが（CONFIG_n レジスタの PGA_n ビットフィールドを使用して）変更された場合に、新たな校正が必要になります。

ADC の設定と動作

次の式は、オフセットおよびゲインの校正係数に基づいてデータをスケールリングするのに使用される計算方法を示しています。ユニポーラ・モード (ADC_CONTROL レジスタにおいてバイポーラ・ビット = 0b0) では以下のとおりです。

$$DATA = \left(\frac{0.75 \times V_{IN}}{V_{REF}} \times 2^{N-1} - (OFFSET_n - 0x800000) \right) \times \frac{GAIN_n}{0x400000} \times 2$$

バイポーラ・モード (ADC_CONTROL レジスタにおいてバイポーラ・ビット = 0b1) では以下のとおりです。

$$DATA = \left(\frac{0.75 \times V_{IN}}{V_{REF}} \times 2^{N-1} - (OFFSET_n - 0x800000) \right) \times \frac{GAIN_n}{0x400000} + 0x800000$$

ここで、DATA は、後処理後にデータ・レジスタに書き込まれるコードです。
V_{IN}は、変換されたチャンネルの入力における差動電圧 (A_{INP} – A_{INM}) です。

Nは、ADCのビット数 (24) です。

OFFSET_n は、変換されたチャンネルの対応する OFFSET_n レジスタに書き込まれる 16 進数コードです。

GAIN_n は、変換されたチャンネルの対応する GAIN_n レジスタに書き込まれる 16 進数コードです。

AD4130-4 はオン・チップの校正レジスタにアクセスできるため、マイクロプロセッサはデバイスの校正係数を読出したり、独自の校正係数を書込んだりできます。OFFSET_n レジスタおよび GAIN_n レジスタの読出しまたは書込みは、内部校正中またはシステム校正中でなければ、いつでも可能です。校正レジスタの値は 24 ビット幅です。これらのレジスタを使用して、デバイスの入力スパンおよびオフセットも調整できます。詳細については、[システム校正のスパンとオフセットの限界値](#)のセクションを参照してください。

AD4130-4 は、校正中にバックグラウンド・チェックを実行できます。この機能を有効にするには、ERROR_EN レジスタの ADC_ERR_EN ビットを 1 に設定します。エラーが発生した場合、エラー・レジスタの ADC_ERR ビットが設定されます。詳細については、[ADC エラー](#)のセクションを参照してください。

校正を行うたびに有効なリファレンスが存在することを確認したい場合には、校正サイクルの最後で REF_DETECT_ERR ビットの状態をチェックしてください。

内部ゲイン校正

内部ゲイン校正を行うために、PGA 入力には、内部で生成されるフルスケール入力電圧が自動的に接続されます。新たなゲイン設定に起因するフルスケール誤差を最小限に抑えるために、チャンネルのゲインの変更ごとにゲイン校正を行うことが推奨されます。内部校正を行う場合は、内部オフセット校正の前に内部ゲイン校正を行う必要があります。そのため、内部ゲイン

校正を行う前に、選択されたチャンネルの OFFSET_n レジスタに 0x800000 の値を書き込みます。これにより、OFFSET_n レジスタが確実にデフォルト値に設定されます。リファレンス電圧が 2V より高い場合は、MISC レジスタの CAL_RANGE_X2 ビットを 1 に設定すると、内部ゲイン校正の結果が改善されます。AD4130-4 は、ゲインが 1、かつ PGA_BYP_n = 0 の状態で、周囲温度において工場校正されています。結果として得られたゲイン係数がデフォルト値としてデバイスの GAIN_n レジスタにロードされています。本デバイスは、ゲイン 1 (PGA_BYP_n = 0) の状態での更なる内部ゲイン校正をサポートしていません。内部ゲイン校正には、そのチャンネルに対して選択された構成の最初の 4 回の変換が完了するのに要する時間が必要です。

内部オフセット校正

内部オフセット校正の間、選択した正のアナログ入力ピンは切断され、選択した負のアナログ入力ピンに内部で接続されます。このため、選択された負のアナログ入力ピンの電圧が許容限界値を超えず、過度なノイズや干渉が生じないようにする必要があります。内部校正を行う場合は、内部オフセット校正の前に内部ゲイン校正を行う必要があります。内部オフセット校正には、そのチャンネルに対して選択された構成の初回変換が完了するのに要する時間が必要です。

システム・オフセット校正

システム・オフセット校正では、校正モードをイネーブルにする前に、システムのゼロ・スケール電圧を ADC ピンに印加することが必要です。その結果、ADC 外部のオフセット誤差が除去されます。システム校正を行う場合には、システム・ゲイン校正の前にシステム・オフセット校正を行う必要があります。内部校正は、システム校正を完了する前に行う必要があります。システム・オフセット校正には、そのチャンネルに対して選択された構成の初回変換が完了するのに要する時間が必要です。

システム・ゲイン校正

システム・ゲイン校正では、校正モードをイネーブルにする前に、システムのフルスケール電圧を ADC ピンに印加することが必要です。その結果、ADC 外部のゲイン誤差が除去されます。システム校正を行う場合には、システム・ゲイン校正の前にシステム・オフセット校正を行う必要があります。内部校正は、システム校正を完了する前に行う必要があります。システム・ゲイン校正には、そのチャンネルに対して選択された構成の初回変換が完了するのに要する時間が必要です。

システム校正のスパンとオフセットの限界値

システム校正を使用すると、外部回路のオフセット誤差やゲイン誤差を補償でき、また、デバイスの入力スパンとオフセットを調整できます。システム校正を実行する場合は、入力オフセットとスパンの実現可能な調整量は制限されます。

入力スパンは、フル・コードに対応する入力電圧とゼロ・コードに対応する入力電圧の差です。システム校正で達成可能な入力スパンの範囲は、最小値が $0.8 \times V_{REF}/\text{ゲイン}$ となり、最大値が $2.1 \times V_{REF}/\text{ゲイン}$ となります。

ADC の設定と動作

入力スパンとオフセットの調整では、正のフル・コード電圧 ($1.05 \times V_{REF}/\text{ゲイン}$) および負のゼロ・コード電圧 ($-1.05 \times V_{REF}/\text{ゲイン}$) の限界も考慮する必要があります。詳細については、表 2 を参照してください。

このため、システム・オフセット（ゼロ・スケール）校正およびゲイン（フルスケール）校正の限界値を決定する際には、調整後のオフセットと調整後の正の最大スパン範囲の合計が $1.05 \times V_{REF}/\text{ゲイン}$ を超えないようにする必要があります。

実現可能なオフセットとスパンの調整量は、設定がユニポーラかバイポーラかによっても異なります。いくつかの例を挙げて、わかりやすく説明します。

デバイスがユニポーラ構成 ($A_{INP} \geq A_{INM}$) で使用され、必要なスパンが $0.8 \times V_{REF}/\text{ゲイン}$ の場合、システム校正で処理できるオフセット範囲は、 $-1.05 \times V_{REF}/\text{ゲイン}$ から $+0.25 \times V_{REF}/\text{ゲイン}$ までです (図 84 を参照)。

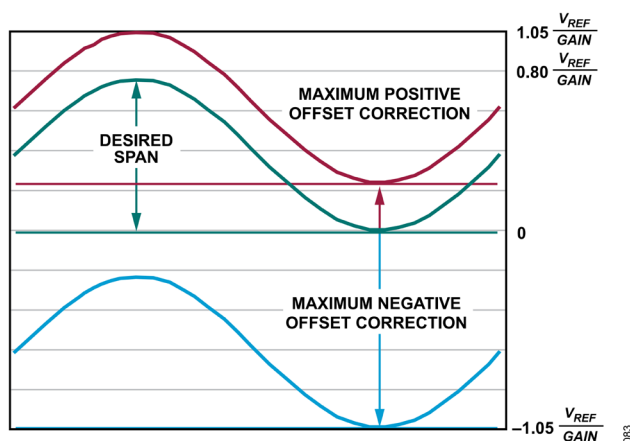


図 84. ユニポーラにおけるスパンおよびオフセットの校正限界の例

デバイスがユニポーラ構成で使用され、必要なスパンが $V_{REF}/\text{ゲイン}$ の場合、システム校正で処理できるオフセット範囲は、 $-1.05 \times V_{REF}/\text{ゲイン}$ から $+0.05 \times V_{REF}/\text{ゲイン}$ までです。同様に、デバイスがユニポーラ構成で使用され、 $0.2 \times V_{REF}/\text{ゲイン}$ のオフセットを除去する必要がある場合、システム校正で処理できるスパン範囲は、 $0.85 \times V_{REF}/\text{ゲイン}$ です。

デバイスがバイポーラ構成で使用され、必要なスパンが $\pm 0.4 \times V_{REF}/\text{ゲイン}$ の場合、システム校正で処理できるオフセット範囲は $-0.65 \times V_{REF}/\text{ゲイン}$ から $+0.65 \times V_{REF}/\text{ゲイン}$ までです (図 85 を参照)。

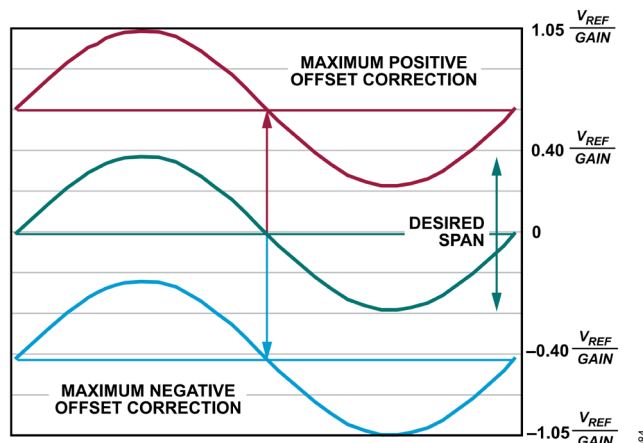


図 85. バイポーラにおけるスパンおよびオフセットの校正限界の例

デバイスがバイポーラ構成で使用され、必要なスパンが $\pm V_{REF}/\text{ゲイン}$ の場合、システム校正で処理できるオフセット範囲は、 $-0.05 \times V_{REF}/\text{ゲイン}$ から $+0.05 \times V_{REF}/\text{ゲイン}$ までです。同様に、デバイスがバイポーラ構成で使用され、 $\pm 0.2 \times V_{REF}/\text{ゲイン}$ のオフセットを除去する必要がある場合、システム校正で処理できるスパン範囲は $\pm 0.85 \times V_{REF}/\text{ゲイン}$ です。

デジタル・フィルタ

AD4130-4 は、デジタル・フィルタ方式に関して高い柔軟性を提供します。本デバイスには、いくつかのフィルタ・オプションがあります。選択されたオプションは、出力データレート、初回変換時間、入力帯域幅、50Hz および 60Hz の除去に影響を与えます。各 FILTER_n レジスタの FILTER_MODE_n ビットを使用して、表 58 に示すフィルタ・タイプを選択します。

選択されたフィルタに応じて、特定の FS 値のみが使用可能です。FS 値によって、後置フィルタを除く全フィルタの出力データレートが決定されます。選択されたフィルタに対して使用可能な FS 値の一覧については、表 58 を参照してください。詳細については、出力データレートのセクションを参照してください。

sinc³ フィルタおよび sinc⁴ フィルタ

AD4130-4 の起動時には、sinc³ フィルタがデフォルトで選択されます。このフィルタは、ODR 値の全範囲に対応し、優れたノイズ性能と短い初回変換時間を提供し、50Hz および 60Hz (±1Hz) の除去を実現できます。

sinc⁴ フィルタを sinc³ フィルタの代わりに使用できます。このフィルタで実現できる ODR は 240SPS～2.4kSPS のみです。そのため、50Hz や 60Hz の除去はそのままの形では行うことができません。しかし、変換時間がやや長くはなりますがノイズ性能は非常に優れています。

適切な FS を設定することで、sinc スタンドアロン・フィルタは、それぞれのノッチ周波数 ($f_{\text{NOTCH_STD}}$) で良好な除去を実現できます。sinc³ フィルタおよび sinc⁴ フィルタは、最初のノッチ周波数を以下の周波数に設定します。

$$f_{\text{NOTCH_STD}} = f_{\text{MCLK}} / (32 \times \text{FS}[10:0])$$

ここで、

f_{MCLK} は、メインのクロック周波数 (76.8kHz) です。

FS[10:0] は、FILTER_n レジスタの FS_n ビットを 10 進数に変換した値です。

平均化フィルタ

平均化モードでは、sinc¹ フィルタが sinc³ フィルタまたは sinc⁴ フィルタの後に含まれています。sinc¹ フィルタは 8 サンプルの

平均化を行います (平均)。両方のスタンドアロン・フィルタは平均化モードで使用可能であり、FILTER_n レジスタの FILTER_MODE_n ビットフィールドで sinc³ + sinc¹ または sinc⁴ + sinc¹ を選択できます。sinc¹ フィルタは、次の周波数から始まる追加のノッチを配置します。

$$f_{\text{NOTCH_AVG}} = f_{\text{NOTCH_STD}} / \text{Avg}$$

ここで、

$f_{\text{NOTCH_STD}}$ は sinc³ または sinc⁴ のスタンドアロン・フィルタによる最初のノッチ周波数です。

Avg = 8 です。

平均化モードでは、新しいチャンネルでの初回変換時間と、同じチャンネルでのそれ以降の変換時間にほとんど差はありません。単一のチャンネルで変換する場合や、同じフィルタを用いて複数のチャンネルで変換する場合でも、変換時間はほぼ一定です。

ポスト・フィルタ

後置フィルタを sinc³ フィルタの後段に適用すると、50Hz と 60Hz の同時除去が実現でき、初回変換時間と除去のトレードオフが可能となります。各後置フィルタは、表 57 に示すように、特定の ODR で動作し、50Hz と 60Hz の同時除去を実現できます。これらのフィルタは、それぞれの FILTER_MODE_n ビットフィールドで選択できます。後置フィルタを選択した場合、FS ビット[10:0] は ODR に影響しません。

表 57. 後置フィルタ：出力データレートおよび除去

Post Filter	ODR (SPS)	Rejection ¹
1	26.087	53 dB at 50 Hz, 58 dB at 60 Hz
2	24	70 dB at 50 Hz, 70 dB at 60 Hz
3	19.355	99 dB at 50 Hz, 103 dB at 60 Hz
4	16.21	103 dB at 50 Hz, 109 dB at 60 Hz

¹ 50Hz/60Hz の除去は、安定した 76.8kHz の f_{MCLK} を用いて、50Hz および 60Hz を中心とする ±0.5Hz の帯域で計測されます。

表 58. FILTER_MODE_n ビットとフィルタ・タイプ

FILTER_MODE_n	フィルタ・タイプ	FS 範囲 (16 進数)	ODR 範囲 (SPS)	コメント
0000	Sinc ⁴	0x01 to 0xA (Dec.: 1 to 10)	2400 to 240	優れたノイズ性能、長い初回変換時間、自然な 50Hz/60Hz の除去はなし。FS > 0d10 の場合は強制的に FS = 0d10 に設定。
0001	Sinc ⁴ + sinc ¹	0x01 to 0xA (Dec.: 1 to 10)	218.18 to 21.8	sinc ⁴ に 8 サンプル平均化を組み合わせたフィルタ。初回変換に遅延なし。FS > 0d10 の場合は強制的に FS = 0d10 に設定。
0010 (Default)	Sinc ³	0x01 to 0x7FF (Dec.: 1 to 2047)	2400 to 1.17	良好なノイズ性能、50Hz/60Hz の除去は中程度、初回変換時間も中程度。
0011	Sinc ³ + REJ60	0x01 to 0x7FF (Dec.: 1 to 2047)	2400 to 1.17	FS = 0d48 では、50SPS の ODR で 50Hz と 60Hz の同時除去を実現。
0100	Sinc ³ + sinc ¹	0x01 to 0x7FF (Dec.: 1 to 2047)	240 to 0.117	sinc ³ に 8 サンプル平均化を組み合わせたフィルタ。初回変換に遅延なし。FS は 0x01～0xCC の範囲のみで使用することを推奨 (最小 ODR = 1.17)。
0101	Sinc ³ + Post Filter 1	Not applicable	26.087	初回変換に遅延なし、50Hz および 60Hz の除去は良好。FS の値は不適用。
0110	Sinc ³ + Post Filter 2	Not applicable	24	
0111	Sinc ³ + Post Filter 3	Not applicable	19.355	
1000	Sinc ³ + Post Filter 4	Not applicable	16.21	

デジタル・フィルタ

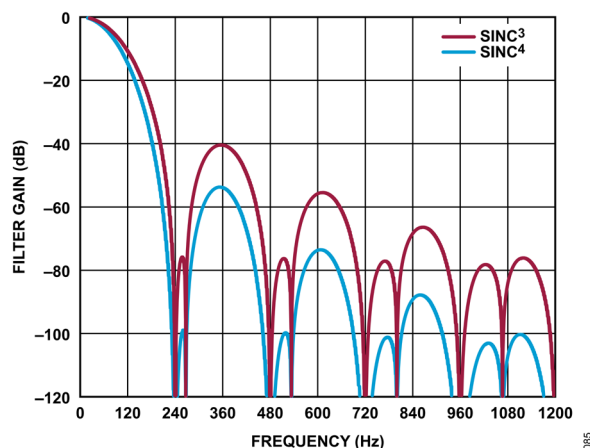


図 86. sinc³フィルタおよび sinc⁴フィルタの応答 (FS = 0d10)

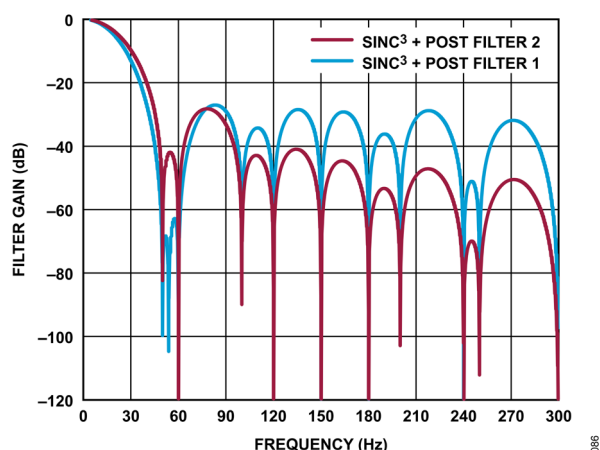


図 87. 後置フィルタ 1 および後置フィルタ 2 の応答

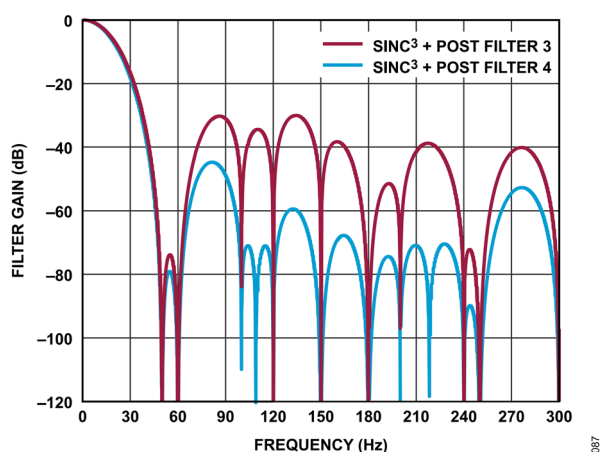


図 88. 後置フィルタ 3 および後置フィルタ 4 の応答

出力データレート

ODR とは、ADC が連続して変換しているときに、単一の安定化したチャンネルで ADC 変換結果が得られるレートです。ODR は、例えば、REPEAT_n 機能 (CONFIG_n レジスタ) を使用する場合、またはチャンネルを 1 つだけイネーブルにした連続変換モードの場合に対応します。ODR は Hz で表すと f_{ADC} ($f_{\text{ADC}} = 1\text{Hz}$ 、ODR = 1SPS) と呼ばれます。ここで、

$$f_{\text{ADC}} = 1/t_{\text{CNV}}$$

ここで、 t_{CNV} は、安定化したチャンネルでの変換時間です (新しいチャンネルでの初回変換の後、それ以降の同じチャンネルでの変換については、そのチャンネルが安定化したと見なされます)。 t_{CNV} は、安定化したチャンネルにおいて次のデータ・レディ信号がハイからローに遷移する間隔でもあります。

各変換に必要な DPP 時間は、安定化したチャンネルでの t_{CNV} に既に含まれています。

表 59. 安定化したチャンネルでの変換時間と ODR

Filter Type	t_{CNV} (MCLK Cycles) ¹	ODR (SPS) ¹
Sinc ⁴	32 × FS	2400/FS
Sinc ⁴ + sinc ¹	352 × FS	218.18/FS
Sinc ³	32 × FS	2400/FS
Sinc ³ + REJ60	32 × FS	2400/FS
Sinc ³ + sinc ¹	320 × FS	240/FS
Sinc ³ + Post Filter 1	2944	26.087
Sinc ³ + Post Filter 2	3200	24
Sinc ³ + Post Filter 3	3968	19.355
Sinc ³ + Post Filter 4	4736	16.21

¹ FS は、FS ビット [10:0] のバイナリ値を 10 進数に変換した値です。

フィルタ帯域幅

3dB 帯域幅 ($f_{3\text{dB}}$) は、選択されたフィルタのタイプとその設定によって異なります。様々な FS 値に対応する $f_{3\text{dB}}$ 値の一覧については、ノイズおよび分解能のセクションを参照してください。表 58 には、フィルタ・タイプごとに使用可能な FS 値が記載されています。

単一チャンネルでのステップ変化

変換が単一のチャンネルで行われ、ステップ変化が生じた場合、ADC はアナログ入力の変化をすぐには検出しませんが、図 89 に示すプログラムされた出力データレートで変換を出力し続けます。フィルタ・タイプは、出力データがアナログ入力を正確に反映するまでに必要な変換数を決定します。

表 60 には、同じチャンネルを変換する場合、ステップ変化が安定化するまでに必要な最小の変換数が示されています。この数値は、ステップ変化が変換と同期している場合に適用されます。ADC が変換中にステップ変化が発生した場合、ADC はステップ変化後に追加の変換を実施し、完全に安定した結果を生成します。

デジタル・フィルタ

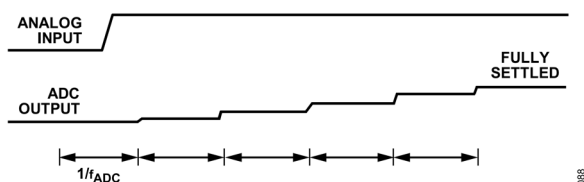


図 89. アナログ入力の非同期ステップ変化の
ADC 出力に対する影響

表 60. 同じチャンネルの変換時にステップ変化を安定化させるのに必要な中間変換の数

Filter Type	Minimum	Maximum
Sinc ⁴	3	4
Sinc ³ and sinc ³ + REJ60	2	3
Sinc ⁴ + sinc ¹ and sinc ³ + sinc ¹	1	2
Sinc ³ + post filters	0	1

50Hz および 60Hz の除去

適切な FS をプログラムすることで、スタンドアロンの sinc フィルタは、それぞれのノッチ周波数 ($f_{\text{NOTCH_STD}}$) で良好な除去を実現できます。sinc⁴ フィルタの FS オプションは限定されており、このフィルタでは 50Hz や 60Hz の自然な除去は実現できません。

詳細については、[除去仕様](#)のセクションを参照してください。

sinc³ および sinc³ + REJ60 による除去

sinc³ フィルタ用に FS を 0d48 にプログラムすることで、50Hz でのノッチを実現できます。この場合の ODR は 50SPS です。

sinc³ による 50Hz/60Hz の同時除去は、FS ビット [10:0] を 0d240 に設定した場合にも実現できます。ノッチは 10Hz および 10Hz の倍数で生じるため、50Hz と 60Hz の同時除去が可能になります。この場合の ODR は 10SPS です。表 61 および図 90 を参照してください。

表 61. sinc³ フィルタの除去性能

Filter Type	FS (Dec.)	ODR (SPS)	Rejection (dB) ¹
Sinc ³	240	10	100 (50 Hz and 60 Hz)
	48	50	95 (50 Hz only)
	40	60	98 (60 Hz only)
Sinc ³ + REJ60	48	50	80 (50 Hz)
			65 (60 Hz)

¹ 50Hz/60Hz の除去は、50Hz および 60Hz を中心に ±1Hz の帯域で、安定な 76.8kHz の f_{MCLK} を用いて計測されています。

sinc³ フィルタには追加の除去を選択するオプションがあり、FILTER_TYPE を sinc³ + REJ60 (0b0011) に設定することで選択できます。sinc³ + REJ60 のフィルタを選択した場合、以下のよう、主ノッチ周波数の 6/5 倍の位置に追加のノッチ周波数が設定されます。

$$f_{\text{NOTCH_REJ60}} = 6/5 \times f_{\text{NOTCH_STD}}$$

ここで、 $f_{\text{NOTCH_STD}}$ は sinc³ フィルタの最初のノッチ周波数です。

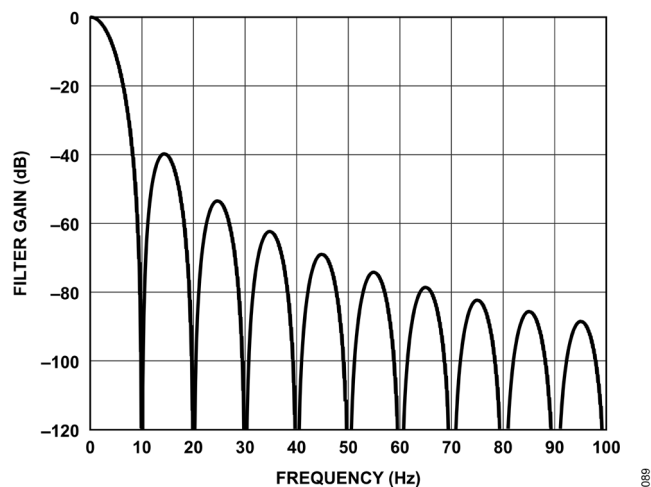


図 90. sinc³ を用いた 50Hz および 60Hz の同時除去
(ODR = 10SPS)

ODR = 50SPS の場合に sinc³ + REJ60 のフィルタの FS 値として 0d48 を選択すると、最初的主ノッチ周波数は 50Hz になり、追加の最初的主ノッチ周波数は 60Hz になります。この構成により、50Hz および 60Hz を同時に除去できます。図 91 には、この構成を適用した sinc³ フィルタの周波数応答が示されています。

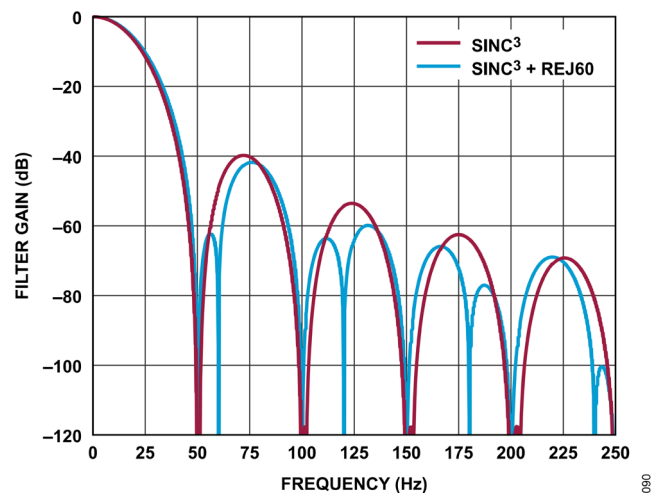


図 91. sinc³ および sinc³ + REJ60 の両フィルタの応答
(ODR = 50SPS)

後置フィルタによる除去

後置フィルタは、50Hz および 60Hz に対して優れた同時除去を提供します。詳細については、図 57 および[除去仕様](#)のセクションを参照してください。

デジタル・フィルタ

平均化フィルタによる除去

sinc^1 フィルタは次の周波数の倍数に追加のノッチを設定します。

$$f_{\text{NOTCH_AVG}} = f_{\text{NOTCH_STD}} / \text{Avg}$$

ここで、

$f_{\text{NOTCH_STD}}$ は、 sinc^3 フィルタまたは sinc^4 フィルタの最初のノッチ周波数です。

Avg は平均化係数です (average = 8)。

したがって、 $\text{sinc}^4 + \text{sinc}^1$ または $\text{sinc}^3 + \text{sinc}^1$ の平均化フィルタに対して FS を 0d6 にプログラムして、 $f_{\text{NOTCH_STD}}$ を 400Hz に設定すると、 sinc^1 フィルタにより $f_{\text{NOTCH_AVG}}$ が 50Hz に配置されます。これは、 $\text{sinc}^4 + \text{sinc}^1$ および $\text{sinc}^3 + \text{sinc}^1$ の両フィルタで実現できます。図 92 および表 62 を参照してください。

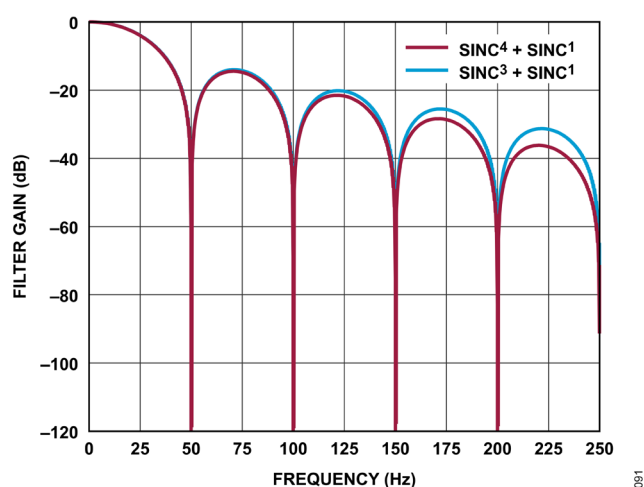


図 92. $\text{sinc}^3 + \text{sinc}^1$ および $\text{sinc}^4 + \text{sinc}^1$ の両フィルタの応答 (FS = 6)

表 62. 平均化フィルタの除去性能

Filter Type	FS (Dec.)	ODR (SPS)	Rejection (dB) ¹
$\text{Sinc}^3 + \text{sinc}^1$	6	40	40 (50 Hz only)
	5	48	42 (60 Hz only)
$\text{Sinc}^4 + \text{sinc}^1$	6	36.36	40 (50 Hz only)
	5	43.64	42 (60 Hz only)

¹ 50Hz/60Hz の除去は、50Hz および 60Hz を中心に $\pm 0.5\text{Hz}$ の帯域で、安定な 76.8kHz の f_{MCLK} を用いて計測されています。

シーケンサ

複数のチャンネルがイネーブルされている場合、内蔵シーケンサが自動的に使用されます。デバイスが、イネーブルにされた全てのチャンネルを自動的にシーケンスします。1 つのチャンネルではリピート機能を用いて変換を繰り返し複数のチャンネルでは一度だけ変換される、という状況が生じる可能性もあります。

新しいチャンネルでの初回変換

チャンネルが変更されると、モジュレータおよびフィルタはリセットされ、X-MUX は新しいチャンネルに切り替える必要があります。新しいフィルタは初回変換の結果を生成する前に安定する必要があります。

特定のアプリケーションごとに、調整可能なフロント・エンドのセトリング時間 (FILTER_n レジスタの SETTLE_n ビット) によって、励起電流がセトリングするかセンサーがパワーアップするようにする必要があります。この時間は、X-MUX が安定できるように、少なくとも 32 回分の MCLK サイクルでなければなりません。更に、

- ▶ sinc^4 フィルタは、初回の結果を出力するために、 t_{CNV} の 4 倍の時間と FS 値による一定の処理時間を必要とします。
- ▶ sinc^3 および $\text{sinc}^3 + \text{REJ60}$ の両フィルタは、初回の結果を出力するために、 t_{CNV} の 3 倍の時間と FS 値による一定の処理時間を必要とします。
- ▶ 平均値フィルタおよび後置フィルタは、初回の結果を出力するために、 t_{CNV} と同じ時間と FS 値による一定の処理時間を必要とします。これらのフィルタは、スタンダロン・フィルタと比べると、後続の変換に対して最小限の初回変換遅延を伴って動作します。

同じチャンネルでの後続の変換は $t_{\text{CNV}} = 1/f_{\text{ADC}}$ で行われ、処理時間は既に考慮されています。新しいチャンネルでの初回のデータ・レディ・イベントには、同じチャンネルの後続のデータ・レディ・イベントに対して常に遅延が生じます。

事前に定められたフロント・エンドのセトリング時間 (t_{SETTLE})、理想的な初回変換時間、および処理時間が加算されて、初回変換時間が以下のように決定されます。

$$t_{1\text{st_CNV}} = t_{\text{SETTLE}} + t_{1\text{st_CNV_IDEAL}} + \text{DPP Time}$$

ここで、

$t_{1\text{st_CNV}}$ は、新しいチャンネルでの初回変換時間です。

t_{SETTLE} は、新しいチャンネルでの初回変換を行う前のフロント・エンドのセトリング時間であり、表 63 に示すとおり、SETTLE_n ビットの選択によって決まります。

$t_{1\text{st_CNV_IDEAL}}$ は、新しいチャンネルでの理想的な変換時間です。スタンダロン・フィルタの場合、初回変換時間は、表 64 に示す安定化した変換時間とは異なります。

DPP Time は、MCLK サイクルで表されるデジタル後処理時間であり、この時間は、表 65 のとおり、フィルタ・タイプと FS 値によって異なりますが、後置フィルタでは一定です。

表 63. プログラマブルな t_{SETTLE} の値

SETTLE_n	MCLK Cycles Before First Conversion Starts	t_{SETTLE}
0b000 (Default)	32	416.6 μs
0b001	64	833.3 μs
0b010	128	1.66 ms
0b011	256	3.33 ms
0b100	512	6.66 ms
0b101	1024	13.33 ms
0b110	2048	26.66 ms
0b111	4096	53.33 ms

デジタル・フィルタ

表 64. 変換時間および初回変換時間 (MCLK サイクル)

Filter Type ¹	t _{CNV} (MCLK Cycles)	t _{1st_CNV_IDEAL} (MCLK Cycles)
Sinc ⁴	32 × FS	4 × t _{CNV}
Sinc ⁴ + sinc ¹	352 × FS	t _{CNV}
Sinc ³	32 × FS	3 × t _{CNV}
Sinc ³ + REJ60	32 × FS	3 × t _{CNV}
Sinc ³ + sinc ¹	320 × FS	t _{CNV}
Sinc ³ + Post Filter 1	2944	t _{CNV}
Sinc ³ + Post Filter 2	3200	t _{CNV}
Sinc ³ + Post Filter 3	3968	t _{CNV}
Sinc ³ + Post Filter 4	4736	t _{CNV}

¹ FS は、FS ビット[10:0]のバイナリ値を 10 進数に変換した値です。

表 65. DPP 時間 (MCLK サイクル)

Filter Type	FS ¹ = 1 (or FS = 0)	FS > 1
Sinc ⁴	28 (364.6 μs)	62
Sinc ⁴ + sinc ¹	62 (807.3 μs)	62
Sinc ³	28	62
Sinc ³ + REJ60	28	62
Sinc ³ + sinc ¹	62	62
Sinc ³ + Post Filters	69 (898.4 μs)	69

¹ FS は、FS ビット[10:0]のバイナリ値を 10 進数に変換した値です。

シーケンスのタイミング

シーケンスにおいては、チャンネルごとに異なる構成が可能です。チャンネルの切り替えが生じるのは実際の変換が完了した後 (図 95) ですが、データ・レディ信号のハイからローへの遷移は常に、変換されたデータの後処理を行うのに必要な追加 DPP 時間の後になります。実際には、新しいチャンネルの t_{SETTLE} とその前のチャンネルの DPP 時間には重なりがあります。そのため、現在のチャンネルの変換時間 (2 つのデータ・レディ信号のハイからローへの遷移間の時間を指します) は、そのチャンネルの t_{1st_CNV} から、その前のチャンネルの DPP 時間を差し引いて計算します (図 95 参照)。

特別なケース (図 94 に示されている) は、シーケンス内の全チャンネルが同じ ADC セットアップ n (特に、FILTER_n レジスタの SETTLE_n、FILTER_MODE_n、FS_n の各ビットフィールド) を共用し、各チャンネルで 1 つのサンプルのみが収集された後、次のチャンネルに切り替わる (FILTER_n レジスタの REPEAT_n を 0 に設定) という場合に発生します。この場合、初回変換後に、同じ変換出力データレート (1CNV_ODR) が 1/t_{CNV} で決定される固定値に安定します。ここで、

$$t_{1CNV} = t_{SETTLE} + t_{1st_CNV_IDEAL}$$

この構成では、連続変換モードがイネーブルの場合、シーケンスの同じ構成を共有するイネーブルされたチャンネルの数で 1CNV_ODR を割ることで、チャンネルあたりのサンプル・レートを計算することが可能です。

その場合でも、フィルタの挙動は FILTER_MODE_n および FS_n の各ビットフィールドで決定されることに注意してください。そのため、フィルタのプロファイルおよび除去は、1CNV_ODR やチャンネルあたりのサンプル・レートの値で変わることはありません。

表 66. フィルタ・タイプごとの初回変換時間と安定化したチャンネルでの変換時間¹

Filter type	t _{1st_CNV}	t _{CNV}
Sinc ⁴	t _{SETTLE} + (4 × 32 × FS + DPP Time)/f _{MCLK}	(32 × FS)/f _{MCLK}
Sinc ⁴ + sinc ¹	t _{SETTLE} + ((4 + Avg - 1) × 32 × FS + DPP Time)/f _{MCLK}	((4 + Avg - 1) × 32 × FS)/f _{MCLK}
Sinc ³ and sinc ³ + REJ60	t _{SETTLE} + (3 × 32 × FS + DPP Time)/f _{MCLK}	(32 × FS)/f _{MCLK}
Sinc ³ + sinc ¹	t _{SETTLE} + ((3 + Avg - 1) × 32 × FS + DPP Time)/f _{MCLK}	((3 + Avg - 1) × 32 × FS)/f _{MCLK}
Sinc ³ + Post Filter 1	t _{SETTLE} + 38.33 ms + DPP Time/f _{MCLK}	38.33 ms
Sinc ³ + Post Filter 2	t _{SETTLE} + 41.67 ms + DPP Time/f _{MCLK}	41.67 ms
Sinc ³ + Post Filter 3	t _{SETTLE} + 51.67 ms + DPP Time/f _{MCLK}	51.67 ms
Sinc ³ + Post Filter 4	t _{SETTLE} + 61.67 ms + DPP Time/f _{MCLK}	61.67 ms

¹ t_{SETTLE} は新しいチャンネルのフロント・エンドのセトリング時間で、SETTLE_n ビットの選択によって決まります。f_{MCLK} はメインのクロック周波数 (76.8kHz) です。Avg は 8 です。FS は、フィルタ・レジスタの FS ビット[10:0]を 10 進値に変換した値です。DPP 時間は、MCLK サイクルで表されるデジタル後処理時間です。

デジタル・フィルタ

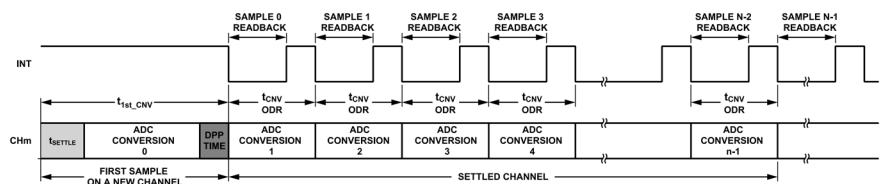


図 93. 同じチャンネルでのリピート変換の例

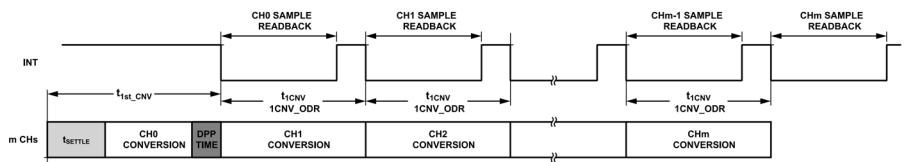


図 94. 複数チャンネルによる標準的なシーケンス処理の例（同じ構成を使用、リピート変換なし）

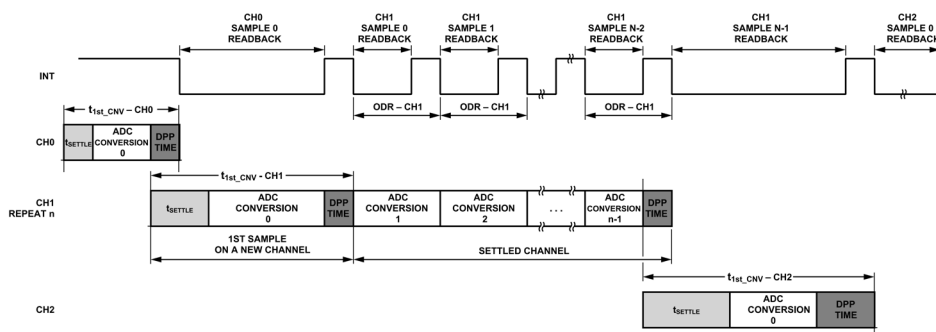


図 95. スマート・シーケンス処理の例

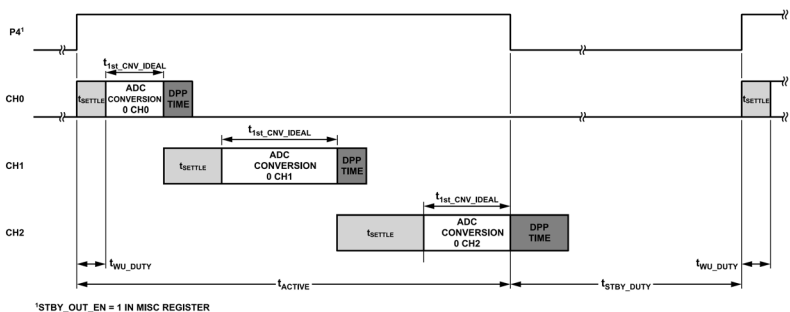


図 96. 自動デューティ・サイクル・モードの例

デジタル・フィルタ

デューティ・サイクル・モードのタイミング

AD4130-4 の自動デューティ・サイクル・モードでは、シーケンスの変換時間と DUTY_CYC_RATIO ビットフィールドの設定を使用してスタンバイ時間を計算します。

実効的なアクティブ時間は、シーケンス内のイネーブルなチャンネルと、それぞれの選択された構成によって異なり、次のように決定されます。

$$t_{ACTIVE} = \sum_{0}^n \left(t_{SETTLEn} + t_{1st_CNV_IDEAL} \right)$$

ここで、

t_{ACTIVE} は、デューティ・サイクル時の実効的なアクティブ時間です。

n は、イネーブルされたチャンネルの数です。

t_{SETTLE} は、新しいチャンネルでの初回変換を行う前のフロント・エンドのセトリング時間であり、表 63 に示すとおり、SETTLE_n ビットの選択によって決まります。

$t_{1st_CNV_IDEAL}$ は、新しいチャンネルでの理想的な変換時間です。スタンドアロン・フィルタの場合、初回変換時間は、表 64 に示す安定化した変換時間とは異なります。図 96 を参照してください。

DPP Time は、デューティ・サイクル・モードの実効的なアクティブ時間には影響しません。これは、最後にイネーブルになったチャンネルに伴う DPP 時間にも当てはまります。デューティ・サイクルのウェイクアップ時間 (t_{WU_DUTY}) は、アクティブ時間には影響せず、アクティブ・シーケンスの最初の t_{SETTLE} と重なるものと見なすことができます (図 96 を参照)。

自動デューティ・サイクル・モード時のスタンバイ時間は、図 96 の P4 ピンのロー状態に対応し、デバイスによって次のように計算されます。

$$t_{STBY_DUTY} = \left(Standby\ Ratio \times \sum_{0}^n t_{1st_CNV_IDEALn} \right) - t_{WU_DUTY}$$

ここで、

t_{STBY_DUTY} は、自動デューティ・サイクル・モードがイネーブルのときにデバイスがスタンバイ状態にいる時間です。

Standby Ratio は、1/4 デューティ・サイクルでは 3、1/16 デューティ・サイクルでは 15 となり、これは ADC_CONTROL レジスタの DUTY_CYC_RATIO ビットに依存します。

n は、イネーブルされたチャンネルの数です。

$t_{1st_CNV_IDEAL}$ は、新しいチャンネルでの理想的な変換時間です。スタンドアロン・フィルタの場合、初回変換時間は、表 64 に示す安定化した変換時間とは異なります。

t_{WU_DUTY} は、デューティ・サイクルのウェイクアップ時間 (表 9 参照) です。

スタンバイ・モードからの復帰タイミング

デフォルトでは、内蔵発振器はスタンバイ・モード時に電源がオフになり、スタンバイ・モードから抜けると再度イネーブルになります。内蔵発振器がウェイクアップして適切な周波数に安定するまでに、図 97 に示すように (表 7 も参照)、ある程度の時間がかかります。信号のアクイジションが始まる前に、入力信号が安定するまでの許容時間を調整するには、 t_{SETTLE} を使用できます。

内蔵発振器がスタンバイ・モード時にも動作し続けている場合、スタンバイ・モードからのウェイクアップ時間は t_{WU_STBY} (表 9) に対応します。

デューティ・サイクル・モードを選択すると、内蔵発振器はデフォルトで動作し続けます。

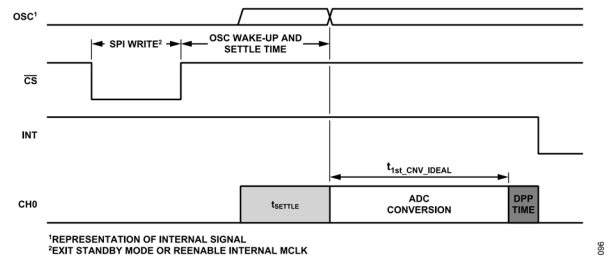


図 97. スタンバイ・モードからの復帰タイミング図

診断機能

AD4130-4 には、数多くの診断機能が内蔵されています。これらの機能を使用すると、とりわけ次のことがサポートされます。

- ▶ 読出し／書込み動作が適切なレジスタに対してのみ行われます。
- ▶ 適切なデータのみがオン・チップのレジスタに書き込まれます。
- ▶ 外部リファレンスが（使用する場合）存在します。
- ▶ ADC モジュレータとフィルタが仕様範囲内で動作します。

シグナル・チェーンのチェック

リファレンス電圧や電源電圧などの機能を ADC への入力として選択できます。そのため、AD4130-4 は、デバイスに接続された電圧をチェックできます。AD4130-4 は約 10mV の内部信号も生成し、その信号は CHANNEL_m レジスタの V_MV_P から V_MV_M のオプションを選択することで、チャンネルに内部から印加できます。この機能を使用すれば、PGA をチェックできます。例えば、PGA の設定値が増加すると、アナログ入力範囲に対する信号の割合が 2 分の 1 になります。これにより、PGA が正常に機能していることをチェックできます。

リファレンス検出

AD4130-4 には、リファレンス・ソースに外部リファレンスが選択された場合に変換または校正に有効なリファレンスが存在するかどうかを検出する、オン・チップ回路（図 98 では簡略化されている）が含まれています。この機能は、リファレンスを外部から供給する RTD や歪みゲージなどのアプリケーションに有用です。

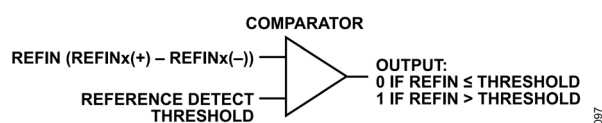


図 98. リファレンス検出回路

リファレンス検出閾値を表 5 に示します。この機能は、ERROR_EN レジスタの REF_DETECT_ERR_EN ビットを 1 に設定すると有効になります。選択された REFINx(+) ピンと REFINx(-) ピンの間の電圧が表 5 の閾値を下回るか、REFINx(+) 入力または REFINx(-) 入力オープン・サーキットになっている場合、AD4130-4 はもはや有効なリファレンスがないことを検出します。この場合、エラー・レジスタの REF_DETECT_ERR ビットが 1 に設定されます。ステータス・レジスタの MAIN_ERR ビットも 1 に設定されます（表 48 を参照）。

校正を行うたびに有効なリファレンスが存在することを確認したい場合には、校正サイクルの最後で REF_DETECT_ERR ビットの状態をチェックしてください。

デバイスがスタンバイ・モードから抜けたときには、リファレンス検出フラグが設定される場合があります。そのため、スタンバイ・モードから抜けた後にエラー・レジスタを読出し、REF_DETECT_ERR ビットが設定されている場合は、1 を書き込んでクリアします。

ADC エラー

AD4130-4 は、ADC 変換プロセスおよび校正プロセスも監視します。これらの診断機能では、使用されているアナログ入力だけでなく、モジュレータおよびデジタル・フィルタも変換中または校正中にチェックします。これらの機能を有効にするには、ERROR_EN レジスタの ADC_ERR_EN ビットを使用します。これらの機能を有効にすると、エラーが発生した場合に ADC_ERR ビットが 1 に設定されます。

ADC_ERR フラグは、以下のエラーのうちの少なくとも 1 つに対して設定されます。

- ▶ デジタル・フィルタでオーバーフローまたはアンダーフローが発生した場合の変換エラー。この場合、ADC の変換もオール 0 またはオール 1 に固定されます。
- ▶ モジュレータが 1 または 0 を 20 回連続して出力した場合のモジュレータ飽和エラー。
- ▶ オフセット校正中に、得られたオフセット係数が 0x07FFFF から 0xF7FFFF の範囲外にある場合の校正エラー。この場合、OFFSET_n レジスタは更新されず、ADC_ERR フラグが 1 に設定されます。また、ゲイン校正中には、デジタル・フィルタのオーバーフローもチェックされます。オーバーフローが発生した場合、エラー・フラグが 1 に設定され、GAIN_n レジスタは更新されません。

ADC_ERR フラグは、データ・レジスタの更新と共に更新され、1 を書き込むことでのみクリアできます。

過電圧／低電圧の検出

過電圧／低電圧のモニタは、AINx アナログ入力ピンと REFINx 入力ピンの絶対電圧をチェックします。

AINx ピンでは、データシートの仕様範囲内に絶対電圧が収まっている必要があります。データシートに記載された仕様範囲外で ADC を動作させると、直線性が低下します。図 99 には、過電圧と低電圧を検出する AINx 回路の簡略化したブロック図が示されています。

正のアナログ入力 (AINP) と負のアナログ入力 (AINM) は、それぞれの個別に過電圧および低電圧のチェックが可能です。ERROR_EN レジスタの AINP_OV_UV_ERR_EN ビットと AINM_OV_UV_ERR_EN ビットを使用して、それぞれ AINP と AINM の過電圧／低電圧の診断機能をイネーブルにします。AINx の電圧が AV_{DD} を上回ると過電圧のフラグが設定され、AINx の電圧が AV_{SS} を下回ると低電圧のフラグが設定されます。

エラー・フラグはエラー・レジスタの AINP_OV_UV_ERR ビットと AINM_OV_UV_ERR ビットであり、それぞれのビットは、イネーブルにされた任意の AINP および AINM に過電圧や低電圧が発生したことを示します。

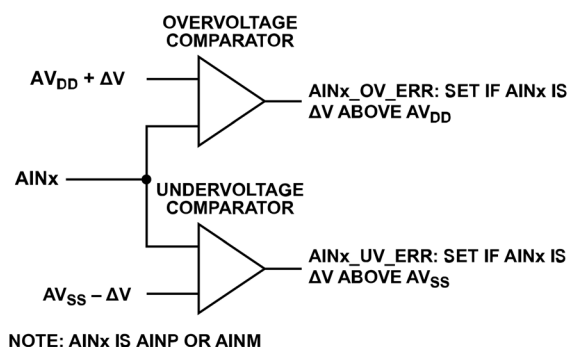


図 99. アナログ入力における過電圧／低電圧のモニタ

表 5 に ΔV の閾値を示します。

診断機能

外部リファレンス電圧についても、ERROR_EN レジスタの REF_OV_UV_ERR_EN ビットをイネーブルにすることで、過電圧／低電圧のモニタが可能です。REFINx(+)の電圧が AV_{DD} を上回ると過電圧のフラグが設定され、REFINx(-)の電圧が AV_{SS} を下回ると低電圧のフラグが設定されます。エラー・レジスタのエラー・フラグである REF_OV_UV_ERR は、2つの条件のいずれかが発生した場合に 1 に設定されます。

この機能が有効になると、対応するフラグがエラー・レジスタに設定されます。これらのビットは R/WIC 属性です。

電源モニタ

ADC は、外部電圧の変換の他に、AV_{DD} ピンと IOV_{DD} ピンの電圧をモニタできます。AV_{DD} から AV_{SS} まで、または IOV_{DD} から DGND までの入力を選択された場合、電圧 (AV_{DD} から AV_{SS} まで、または IOV_{DD} から DGND まで) は内部で 6 分の 1 に減衰され、その結果得られた電圧が Σ-Δ モジュレータに印加されます。こうしたことが、電源電圧の変動をモニタするのに役立ちます。

メイン・クロックのカウント

出力データレート、フィルタの初回変換時間、フィルタのノッチ周波数はメイン・クロックに依存しているため、ADC に対して安定した MCLK の供給は重要です。AD4130-4 では、メイン・クロックのモニタが可能です。ERROR_EN レジスタの MCLK_CNT_EN ビットが設定されると、131 サイクルのメイン・クロックごとに、MCLK_COUNT レジスタが 1 ずつインクリメントされます。このレジスタは一定の固定期間にわたりモニタが可能です。メインのクロック周波数は、MCLK_COUNT レジスタの結果から求められます。MCLK_COUNT レジスタは、最大値に達した後に 0 に戻ってカウントを続けます。

SPI 診断機能

SPI クロックのカウント

SPI SCLK カウンタは、各読出し／書込み動作で使用される SCLK パルスの数をカウントします。この機能を使用する場合、CS は全ての読出し操作および書込み操作をフレーム化する必要があります。全ての読出し動作および書込み動作は、8SCLK パルスの倍数になります。SCLK カウンタが SCLK パルスをカウントし、その結果が 8 の倍数でない場合、エラーが示されます。エラー・レジスタの SPI_SCLK_CNT_ERR ビットが 1 に設定されます。書込み操作が行われているときに、SCLK に含まれる SCLK パルスの数が条件を満たさない場合、その値はアドレス指定されたレジスタに書き込まれず、書込み操作は中止されます。

SCLK カウンタは、ERROR_EN レジスタの SPI_SCLK_CNT_ERR_EN ビットを設定することでイネーブルになります。

SPI の読出し／書込みエラー

AD4130-4 では、SCLK カウンタと一緒に読出しおよび書込み動作をチェックして、有効なレジスタが確実にアドレス指定されるようにすることもできます。

ERROR_EN レジスタの SPI_READ_ERR_EN ビットが 1 にセットされている場合、表 73 に記載されていないアドレスのレジスタを読み出そうとすると、SPI_READ_ERR ビットが 1 にセットされ、そのレジスタのリードバック・データは全て 0 になります。

ERROR_EN レジスタの SPI_WRITE_ERR_EN ビットが 1 に設定されている場合、読出し専用レジスタおよび表 73 に記載されていないアドレスのレジスタに書き込もうとすると、SPI_WRITE_ERR ビットが 1 に設定され、書込みトランザクションは中止されます。

この機能は、SCLK カウンタおよび CRC 保護と共に、シリアル・インターフェースの信頼性を高めます。無効なレジスタとの間では、読出しや書込みは行われません。SCLK パルスの数が正しくないと、シリアル・インターフェースの同期が取れなくなり、誤ったレジスタにアクセスしてしまう可能性があります。AD4130-4 は、診断機能によってこれらの問題が生じるのを防止します。

SPI 無視エラー

特定の期間、内蔵レジスタにアクセスできなくなる場合があります。起動時に、オン・チップのレジスタがデフォルト値に設定されている場合、それらのレジスタには SPI を介してアクセスできません。レジスタに書き込むには、この操作が完了するまで t_{RESET_DELAY} の間待つ必要があります。オフセット校正またはゲイン校正が行われている場合、レジスタにはアクセスできません。シングル・シーケンス・モードの場合、変換中および最後の変換が終了するまでは、レジスタにはアクセスできません。

エラー・レジスタの SPI_IGNORE_ERR ビットは、オン・チップのレジスタに書込みできない状態を示します。この診断機能はデフォルトではイネーブルです。この機能は、ERROR_EN レジスタの SPI_IGNORE_ERR_EN ビットを使用して無効にできます。

エラー・レジスタで SPI_IGNORE_ERR が 1 に設定されている場合に実行される書込み動作は、全て無視されます。このビットは R/WIC 属性です。

CRC 保護

AD4130-4 は選択可能な CRC 機能を備えており、インターフェース・トランザクション、メモリ・マップの内容、読出し専用メモリ (ROM) の内容に対してエラー検出を行います。

CRC の計算

AD4130-4 は次の多項式からなる CRC-8 の手法を用います。

$$x^8 + x^2 + x + 1$$

チェックサムを生成するには、データを 8 ビット左にシフトし、8 個のロジック 0 で終わる値を発生させます。多項式の MSB がデータの左端の論理 1 と隣り合うように、多項式の位置を揃えます。新規かつ短い数値を作るため、排他的論理和 (XOR) 関数をデータに適用します。多項式の MSB が新たに得られた数値の左端の論理 1 と隣り合うように、再度多項式の位置を揃えます。このプロセスを、元のデータが多項式の値よりも小さくなるまで繰り返します。これが 8 ビットのチェックサムになります。

診断機能

SPI の CRC 保護

AD4130-4 には、インターフェースの信頼性を高めるのに使用できる CRC モードがあります。CRC を使用すると、レジスタには適切なデータのみが書き込まれ、レジスタから読み出されるデータの検証が可能になります。レジスタへの書き込み中にエラーが発生した場合、エラー・レジスタの CRC_ERR ビットが 1 に設定され、書き込みトランザクションが中止されます。ただし、レジスタへの書き込みが成功したかを確認するには、レジスタをリードバックしてチェックサムを検証してください。ERROR_EN レジスタの CRC_ERR_EN ビットは、SPI の CRC をイネーブルやディスエーブルにします。

SPI チェックサムは、それぞれの読出しおよび書き込みトランザクションの最後に追加されます。書き込みトランザクションでは、8 ビットのコマンド・ワードと 8 ビットから 24 ビットのデータを使用してチェックサムが計算されます。読出しトランザクションでは、8 ビットのコマンド・ワードと 8 ビットから 32 ビットのデータ出力を使用してチェックサムが計算されます。図 100 には CRC をイネーブルにした SPI 書き込みトランザクションが、図 101 には CRC をイネーブルにした SPI 読出しトランザクションがそれぞれ示されています。

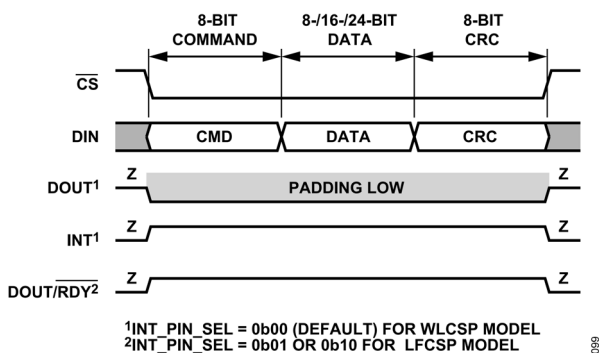


図 100. SPI 書き込みトランザクション (CRC あり)

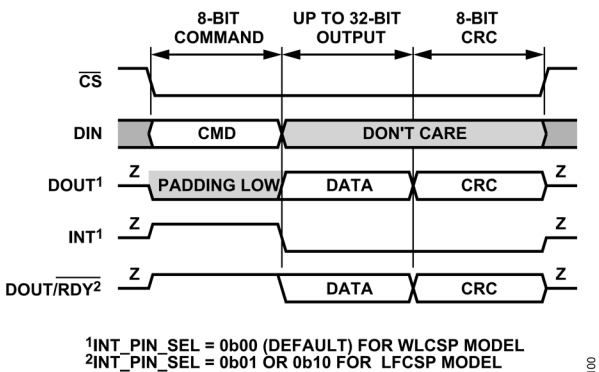


図 101. SPI 読出しトランザクション (CRC あり)

連続読出しモードがアクティブのときに SPI の CRC がイネーブルの場合、全てのデータ送信の前に暗黙のデータ読出しコマンド 0x42 があるため、チェックサム値を計算する際にはこのことを考慮する必要があります。これにより、ADC データが 0x000000 であっても、チェックサムはゼロ以外の値になります。詳細については、[FIFO データに対する CRC](#) のセクションを参照してください。

メモリ・マップの CRC 保護

信頼性を更に高めるために、オン・チップのレジスタに対しても CRC の計算が行われます。ステータス・レジスタ、データ・レジスタ、ID レジスタ、エラー・レジスタ、MCLK_COUNT レジスタ、FIFO_STATUS レジスタ、FIFO_DATA レジスタは、このチェックに含まれません。レジスタの内容が常に変化するか、または読出し専用レジスタであるためです。CRC は、1/300 秒ごとに行われます。メモリ・マップにアクセスがあるたびに、CRC が再計算されます。CRC の再計算が実行されるイベントは次のとおりです。

- ▶ ユーザ書き込みコマンド。
- ▶ オフセット/フルスケール校正。
- ▶ デバイスがシングル・シーケンス・モードで動作していて、かつ ADC が変換完了後にスタンバイ・モードに移行した場合。
- ▶ 既存の連続読出しモードを終了する場合 (ADC_CONTROL レジスタの CONT_READ ビットを 0 に設定)。

メモリ・マップ CRC 機能は、ERROR_EN レジスタの MM_CRC_ERR_EN ビットを 1 にセットして有効にします。エラーが発生した場合、エラー・レジスタの MM_CRC_ERR ビットが 1 に設定されます。

ROM の CRC 保護

起動時に、全てのレジスタはデフォルト値に設定されています。これらのデフォルト値は ROM に保存されています。信頼性を更に高めるために、起動時には ROM 内容に対しても CRC の計算が行われます。

ROM の CRC 機能は、ERROR_EN レジスタの ROM_CRC_ERR_EN ビットを 1 に設定することで有効になります。エラーが発生した場合、エラー・レジスタの ROM_CRC_ERR ビットが 1 に設定されます。

この機能が有効な場合、内部メイン・クロックは (イネーブルされている場合) スタンバイ・モードでもアクティブ状態を維持します。

FIFO 診断機能

起動時には、FIFO はディスエーブルです。イネーブルになると、FIFO_STATUS レジスタ (表 71 を参照) や FIFO_HEADER を使用して、FIFO の状態を追跡し、読出し/書き込み動作時のいくつかのエラー、閾値やウォーターマークの到達、オーバーランや空のフラグを示すことができます。詳細については、[FIFO](#) のセクションを参照してください。

バーンアウト電流

AD4130-4 には、0.5μA、2μA、または 4μA にプログラム可能な 2 つの定電流ジェネレータが内蔵されています。一方のジェネレータは AV_{DD} から AINP に電流を供給し、もう一方は AINM から AV_{SS} に電流をシンクします (図 102 を参照)。これらの電流により、断線検出器機能がイネーブルになり、センサーが接続されているかどうかをチェックできます。

診断機能

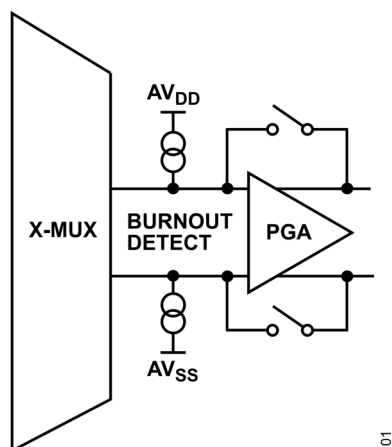


図 102. バーンアウト電流

これらの電流は、選択されたアナログ入力ペアに切り替えられます。両方の電流がオンまたはオフになります。設定レジスタのバーンアウト・ビットにより、バーンアウト電流が振幅の設定と共にイネーブル／ディスエーブルにされます。これらの電流を使用して、そのチャンネルで計測を行う前に、外部トランスジューサがまだ動作可能であることを確認してください。バーンアウト電流がオンになると、外部トランスジューサ回路にバーンアウト電流が流れ、アナログ入力チャンネルの入力電圧を計測できるようになります。

計測した電圧がほぼフルスケールの場合は、その理由を確認する必要があります。計測値がフルスケールに近い場合、フロント・エンド・センサーがオープン・サーキットになっている可能性があります。他には、フロント・エンドのセンサーが過負荷になり、フルスケールの出力が妥当とされる場合や、リファレンスがなく、REF_DETECT_ERR ビットが設定されたためにデータが全て 1 に固定されている場合も考えられます。変換値がフルスケールに近い場合は、判断を下す前にこれら 3 つの項目をチェックする必要があります。

測定された電圧が 0V の場合は、トランスジューサの短絡が考えられます。

通常の動作では、バーンアウト・ビットを 0 に設定することで、これらのバーンアウト電流をオフにします。電流源は、バッファがオンの状態で、通常の絶対入力電圧範囲の仕様内で動作します。

温度センサー

AD4130-4 には温度センサーが内蔵されており、デバイスが動作しているダイ温度をモニタするのに役立ちます。

この機能は、診断目的で利用できる他、アプリケーション回路が動作温度の変化を考慮して校正ルーチンを再実行する必要があるタイミングを示す指標としても使用できます。

温度センサーは、X-MUX を介して内部チャンネルとしてアクセスでき、各 CHANNEL_m レジスタの AINP ビット[4:0]および AINM ビット[4:0]を用いて選択できます。

温度センサーの式は次のとおりです。

$$\text{Temperature (}^{\circ}\text{C)} = (\text{Conversion (}\mu\text{V)} / \text{Sensitivity (}\mu\text{V/K)}) - 273.15$$

ここで、

Conversion (μV)は、温度センサーの変換結果であり、表 45 の式を用いてボルト単位に変換されています。

Sensitivity ($\text{V}/^{\circ}\text{C}$)は温度センサーの感度です。表 5 に公称感度を示します。

温度センサーの精度を高めるには、既知の温度 (25°C) でデバイスを動作させ、変換値を基準点として用います。公称感度とデバイスの実測感度の差を用いて温度センサーを校正することで、精度を高めることができます。

温度センサーの仕様は、表 5 および図 58 に示されています。詳細については、用語の定義のセクションを参照してください。

診断機能とスタンバイ・モード

MISC レジスタの STB_EN_DIAGNOSTICS ビットを 1 に設定すると、スタンバイ・モード時に診断機能を無効にすることができます。いくつかの診断機能では、内蔵発振器をイネーブルにすることも必要になるため、ERROR_EN レジスタでこれらのエラーがイネーブルにされ、かつ STB_EN_DIAGNOSTICS=1 の場合、内蔵発振器がイネーブル状態に維持されます。詳細については、スタンバイ・モードのセクションを参照してください。

FIFO

AD4130-4 は超低消費電力性能を備えています。ホスト・プロセッサや他の周辺機器を使用していないときにスリープ状態にすることで、システムの消費電力を更に節約することができます。AD4130-4 には、FIFO バッファが内蔵されており、最大 256 個の変換結果を容易に保存できます。データは FIFO を使用して連続的に収集でき、データが指定の閾値を超えた場合、FIFO が事前に定めたサンプル数に達した場合、または FIFO が満杯になった場合に、AD4130-4 による割込みによってプロセッサがウェイクアップされます。FIFO データは 32 ビット形式で保存されます。このデータは、FIFO_HEADER の 8 ビットと、それに続く FIFO_DATA (変換結果) の 24 ビット・データで構成されています。FIFO の基本構造については図 103 を参照してください。

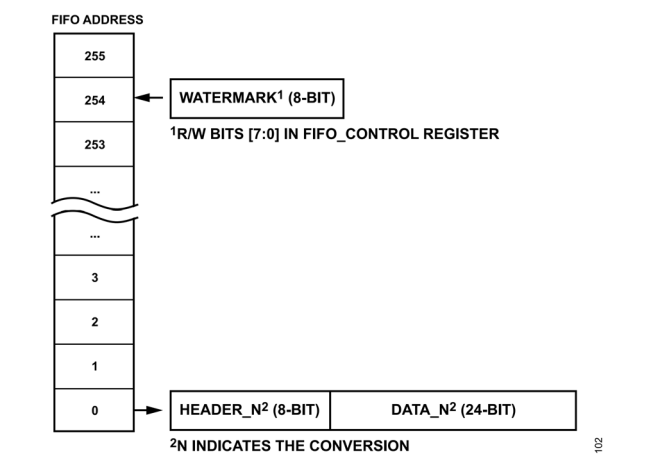


図 103. FIFO 構造

FIFO モード

FIFO は、FIFO_CONTROL レジスタの対応する FIFO_MODE ビットの値を選択することで、このセクションで説明する 3 つのモードの 1 つに設定します。

ディスエーブル化

FIFO はデフォルトではディスエーブルです。FIFO がディスエーブルの場合、リセット状態に保持されるため、古いデータは全て失われます。FIFO は、FIFO_CONTROL レジスタの FIFO_MODE ビットを 0b00 に設定することでディスエーブルになります。

FIFO_MODE に 0b00 を書き込むと、その他の FIFO モードが全て解除されます。

ウォーターマーク・モード

ウォーターマーク・モードでは、ウォーターマーク・レベルに達するまで、FIFO はデータを収集します。ウォーターマーク・レベルは、FIFO に格納する変換結果の数を指定し、FIFO_CONTROL レジスタのウォーターマークのビットフィールドに書き込むことで設定されます。ウォーターマークのビットフィールドのデフォルト値は 0 で、これは 256 サンプルで FIFO が満杯になることに相当します。ウォーターマーク・レベルに達すると、次の ADC の変換結果が FIFO に書き込まれる前に、FIFO から全てのデータを読み出す必要があります。これを行わない場合、FIFO 書き込みエラーが発生し (FIFO_STATUS レジスタの FIFO_WRITE_ERR ビットが 1 に設定されます。表 71 を参照)、変換結果が失われます。表 67 に示すように、FIFO が完全に読み出されるまで、新しい ADC データで FIFO が更新されることはありません。ウォーターマーク・モードでは、FIFO の読み出し後に FIFO をクリアすることが推奨されます。

FIFO のリードバックに必要な時間の計算方法の詳細については、FIFO のリードバックのセクションを参照してください。チャネルとスマート・シーケンサの設定、および FIFO リードバックの SCLK 速度に応じて、データ損失を回避するためにウォーターマーク値を制限する必要がある場合があります。

詳細については、FIFO ウォーターマーク割込みのセクションを参照してください。

ストリーミング・モード

ストリーミング・モードでは、FIFO には常に最も新しい ADC データが保持されます。ウォーターマーク・モードとは異なり、ウォーターマーク・レベルに達し、FIFO が読み出されなくても、FIFO は ADC の結果を継続して格納します。FIFO が 256 個の変換結果で満杯になると、表 68 に示すように、古い変換結果が新しい ADC 結果で上書きされます。このモードでは、FIFO が新しい ADC 結果で更新されていない限り、データはいつでもリードバックできます。ストリーミング・モードでは、最終的に FIFO はオーバランとなり、FIFO_STATUS レジスタの OVERRUN_FLAG ビットが 1 に設定されます (表 71 参照)。

表 67. ウォーターマーク・モードで Watermark = 0 (256 個のサンプル) に設定されている場合に、変換結果で満杯になり、データがリードバックされないときの FIFO バッファの例

FIFO								
Address	Conversion 1	Conversion 2	...	Conversion 255	Conversion 256	Conversion 257	Conversion 258	...
255	Empty	Empty	...	Empty	(FIFO_HEADER (256), FIFO_DATA (256))	(FIFO_HEADER (256), FIFO_DATA (256))	(FIFO_HEADER (256), FIFO_DATA (256))	...
254	Empty	Empty	...	(FIFO_HEADER (255), FIFO_DATA (255))	(FIFO_HEADER (255), FIFO_DATA (255))	(FIFO_HEADER (255), FIFO_DATA (255))	(FIFO_HEADER (255), FIFO_DATA (255))	...
...
1	Empty	(FIFO_HEADER (2), FIFO_DATA (2))	...	(FIFO_HEADER (2), FIFO_DATA (2))	(FIFO_HEADER (2), FIFO_DATA (2))	(FIFO_HEADER (2), FIFO_DATA (2))	(FIFO_HEADER (2), FIFO_DATA (2))	...
0	(FIFO_HEADER (1), FIFO_DATA (1))	(FIFO_HEADER (1), FIFO_DATA (1))	...	(FIFO_HEADER (1), FIFO_DATA (1))	(FIFO_HEADER (1), FIFO_DATA (1))	(FIFO_HEADER (1), FIFO_DATA (1))	(FIFO_HEADER (1), FIFO_DATA (1))	...

FIFO

表 68. ストリーミング・モードで Watermark = 0（256 個のサンプル）に設定されている場合に、変換結果で満杯になり、データがリードバックされないときの FIFO バッファの例

FIFO Address	Conversion 1	Conversion 2	...	Conversion 255	Conversion 256	Conversion 257	Conversion 258	...
255	Empty	Empty	...	Empty	(FIFO_HEADER (256), FIFO_DATA (256))	(FIFO_HEADER (257), FIFO_DATA (257))	(FIFO_HEADER (258), FIFO_DATA (258))	...
254	Empty	Empty	...	(FIFO_HEADER (255), FIFO_DATA (255))	(FIFO_HEADER (255), FIFO_DATA (255))	(FIFO_HEADER (256), FIFO_DATA (256))	(FIFO_HEADER (257), FIFO_DATA (257))	...
...
1	Empty	(FIFO_HEADER (2), FIFO_DATA (2))	...	(FIFO_HEADER (2), FIFO_DATA (2))	(FIFO_HEADER (2), FIFO_DATA (2))	(FIFO_HEADER (3), FIFO_DATA (3))	(FIFO_HEADER (4), FIFO_DATA (4))	...
0	(FIFO_HEADER (1), FIFO_DATA (1))	(FIFO_HEADER (1), FIFO_DATA (1))	...	(FIFO_HEADER (1), FIFO_DATA (1))	(FIFO_HEADER (1), FIFO_DATA (1))	(FIFO_HEADER (2), FIFO_DATA (2))	(FIFO_HEADER (3), FIFO_DATA (3))	...

表 69. FIFO_CONTROL レジスタ

Reg.	Name	Bits	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Reset	RW
0x3A	FIFO_CONTROL	[23:16]	RESERVED				ADD_FIFO_STATUS	ADD_FIFO_HEADER	FIFO_MODE		0x040200	R/W
		[15:8]	RESERVED	FIFO_WRITE_ERR_INT_EN	FIFO_READ_ERR_INT_EN	THRES_HIGH_INT_EN	THRES_LOW_INT_EN	OVERRUN_INT_EN	WATERMARK_INT_EN	EMPTY_INT_EN		
		[7:0]	WATERMARK									

FIFO のリードバック

FIFO バッファは、COMMS レジスタを使用してアドレス 0x3D を読み出すことで読み出されます。完全な FIFO 読出しコマンドは 0x7D です。この後に 8 ビットフィールドの # samples (N) が続きます。これは読み出すサンプルの数を示しており、0x00 は 256 個のサンプルに相当します。その後、適切な数の SCLK が提供されると、FIFO 内容が DOUT（WLCSP）ピンまたは DOUT/RDY（LFCSP）ピンに現れます。FIFO の最後の値が読み出されると、FIFO_HEADER レジスタと FIFO_STATUS レジスタの EMPTY_FLAG ビットが 1 に設定されます（表 71 参照）。FIFO の読出しが引き続き行われようとする場合でも、EMPTY_FLAG ビットは設定されたままになり、読み出されるデータは全て 0 です。FIFO の読出しは、CS がハイに切り替えられるか、または読み出されたサンプルの数が FIFO コマンドで指定した数に達した場合に終了します。

デフォルトでは、FIFO_HEADER がイネーブルされ、FIFO_STATUS の付加はディスエーブルされています。そのため、FIFO のリードバック図は図 104 のようになります。FIFO_STATUS の追加がイネーブルの場合は、FIFO のリードバック図は図 105 のようになります。

FIFO の読出しに使用できる時間は、次式のように、シーケンス内の次の 2 つの ADC 変換に要する時間で決まります。

$$t_{FIFO_READ} = \sum ConvTime_n - (t_{BSY} + t_{QUIET1} + t_{QUIET2})$$

ここで、

t_{FIFO_READ} は、FIFO リードバックに使用でき、データ損失を回避できる最大時間です。

$\sum ConvTime_n$ ($n = 0 - 1$) は、シーケンスにおける次の 2 つの変換の変換時間です。変換時間は、イネーブルにされたチャンネルによって異なる可能性があることに注意してください。シーケンスで与えられたチャンネルに対する ADC 変換時間を計算する方法の詳細については、50Hz および 60Hz の除去のセクションを参照してください。

$t_{BSY} + t_{QUIET1} + t_{QUIET2}$ は、最小で 8MCLK サイクルです。詳細については、図 12 および表 10 を参照してください。

FIFO リードバックを完了するのに必要な SCLK サイクルの数は、以下のようになります。

$$\# \text{ SCLK cycles} = \text{FIFO read command length} +$$

$$\# \text{ samples (N)} \times \text{samples length}$$

ここで、

FIFO read command length は、16SCLK サイクルです。

samples (N) は、FIFO 読出しコマンドで指定された読み出す FIFO サンプルの数です。

samples length は、FIFO_HEADER が無効化されている場合は 24SCLK、有効化されている場合は 32SCLK です。

SPI が FIFO のリードバックを制御している場合、デバイスは FIFO にアクセスして新しいデータを書き込むことはできません。FIFO のリードバックに t_{FIFO_READ} を超える時間を要する場合は、変換されたシーケンスのデータが損失する可能性があります。

FIFO レディ信号

FIFO がイネーブルになっている場合、FIFO レディ信号は自動的に、DOUT（WLCSP）と共用されるか、DOUT/RDY（LFCSP）ピンに割り当てられます。この信号がハイ状態の場合、FIFO がビジーであることを示しています。ADC が新しいデータを書き込むために FIFO にアクセスしている状態です。この信号がロー状態の場合は、FIFO が読出しに使用可能であることを示しています。ウォーターマーク・モードでは、FIFO レディ信号は、FIFO に格納されたサンプル数がウォーターマーク値に達するまでハイ状態のままになります。その後、FIFO レディ信号がローに移行し、読出しコマンドの送信が可能であることを示します。ストリーミング・モードでは、変換が完了するたびに、FIFO がビジーであることを FIFO レディ信号が示します。

FIFO

表 70. FIFO ヘッダ・フォーマット

Name	Bits	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Reset	RW
FIFO_HEADER	[7:0]	RESERVED	THRESHOLD_FLAG	WATERMARK_FLAG	EMPTY_FLAG	CH[3]	CH[2]	CH[1]	CH[0]	0x00	R

表 71. FIFO_STATUS レジスタ

Reg.	Name	Bits	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Reset	RW
0x3B	FIFO_STATUS	[7:0]	MAIN_ERR	FIFO_WRITE_ERR	FIFO_READ_ERR	THRES_HIGH_FLAG	THRES_LOW_FLAG	OVERRUN_FLAG	WATERMARK_FLAG	EMPTY_FLAG	0x01	R

FIFO ヘッダ

FIFO_HEADER はデフォルトでイネーブルにされており、各変換結果と共に表 70 に示すフォーマットで FIFO に格納されます。FIFO_HEADER は、FIFO_CONTROL レジスタの ADD_FIFO_HEADER ビットを 0 に設定することでディスエーブルにできます。図 106 には、FIFO_HEADER をディスエーブルにした場合のデータ読出しが示されています。

FIFO_HEADER には、次のビットの情報が含まれています。

- ▶ CH ビット[3:0]は、FIFO_HEADER が追加されるデータのチャンネル番号を保持します。
- ▶ EMPTY_FLAG ビットは、読み出されている FIFO 内の最後のデータ・サンプルに関連付けられた FIFO_HEADER 内で 1 に設定されます。これにより、このビットは FIFO の読出しを停止するためのトリガと解釈できます。
- ▶ FIFO_CONTROL レジスタのウォーターマーク・フィールドで指示されたサンプル数以上のサンプル数が FIFO に含まれる場合、FIFO_STATUS レジスタの WATERMARK_FLAG ビットが 1 に設定されます。そのため、ウォーターマーク値以上にサンプルが保存されるごとに FIFO_HEADER でフラグが立てられます。
- ▶ 関連する CHANNEL_m レジスタの THRES_EN_m ビットが 1 に設定された場合、THRESHOLD_FLAG ビットは 1 に設定されます。また、そのチャンネルの ADC 変換結果は、FIFO_THRESHOLD レジスタの THRES_HIGH_VAL ビットフィールドおよび THRES_LOW_VAL ビットフィールドを用いて閾値範囲で指定された閾値を超過します。FIFO_HEADER の THRESHOLD_FLAG ビットは非スティッキーです。そのため、あらゆるサンプルに関連性があります。

FIFO のステータス

FIFO_STATUS レジスタの内容（表 71 参照）は、FIFO_CONTROL レジスタの ADD_FIFO_STATUS ビット（表 69 参照）を 1 に設定して、FIFO_DATA の前、および # samples (N) バイトの間に追加して読み出すことができます（図 105 参照）。このようにして、以前のエラーを検出して FIFO_DATA リードバックをアポートできます。

FIFO_STATUS レジスタにはエラーとフラグが格納されているため、FIFO をイネーブルにした場合に FIFO の動作の助けとなります。

FIFO からの最後のデータ・サンプルの最初のビットを読み出すとき、FIFO_STATUS レジスタの FIFO が空であることを示すフラグがトリガされます（EMPTY_FLAG ビットが 1 に設定）。空の FIFO を読み出そうとした場合、このフラグが FIFO_STATUS レジスタに 1 として設定されます。このフラグは、少なくとも 1 つの ADC 変換結果が FIFO に書き込まれるとクリアされます。

FIFO_CONTROL レジスタのウォーターマーク・フィールドに示された数以上のサンプルが FIFO に含まれている場合、FIFO_STATUS レジスタ内の FIFO のウォーターマーク・フラグ（WATERMARK_FLAG）がトリガされます（1 に設定されます）。ウォーターマーク・フラグは、FIFO 内の残りのサンプルがウォーターマーク・フィールドの値未満であることが検出されると、すぐにクリアされます。

ADC のデータが失われ、FIFO に格納されていない場合、FIFO のオーバーラン・フラグが発生します（OVERRUN_FLAG ビットが 1 に設定されます）。ウォーターマーク・モードでは、これは新しいサンプルを格納することが必要となる前に FIFO が空になっていないと発生します。ストリーミング・モードでは、FIFO が既に満杯の状態になっており、新しいデータを格納するために FIFO 内の最も古いデータを削除する場合に、ADC データが失われます。オーバーラン・フラグは、FIFO 内の全ての内容を読み出すか、または FIFO をクリアして空になった場合にクリアされます。

ADC の変換結果が設定された閾値を超えた場合、FIFO の閾値フラグがトリガされます（THRES_HIGH_FLAG や THRES_LOW_FLAG のビットフィールドが 1 に設定されます）。FIFO_HEADER の THRESHOLD_FLAG とは異なり、THRES_HIGH_FLAG および THRES_LOW_FLAG のビットフィールドはスティッキーです。つまり、これらのビットフィールドが一度設定されると、次の ADC 変換結果によらずそのまま保持されます。閾値フラグは、FIFO 内の全てのデータを読み出すか、または FIFO をクリアすることでクリアできます。

FIFO 読出しエラー（FIFO_READ_ERR が 1 に設定される）は、ADC が内部で更新中（FIFO に書き込み中）に FIFO データを読み出そうとした場合にのみ発生します。FIFO からの読出し時に送信される FIFO_DATA はオール 0 です。このエラーが発生した場合は、FIFO_HEADER 情報もオール 0 になります。このエラーは、FIFO 読出し要求が正常に許可された場合か、または FIFO が空になった場合にクリアされます。

FIFO 書き込みエラー（FIFO_WRITE_ERR が 1 に設定される）は、ユーザによる FIFO の読出しが進行しているため、変換データが FIFO に書き込めなかった場合に発生します。FIFO データがまだユーザによって読み出されている場合、ADC の FIFO 書き込みで最大 1 変換サイクルの遅延が発生する可能性があります。ただし、1 変換サイクルの遅延が発生した後もデータがまだ読み出されている場合には、FIFO 書き込みエラーがアサートされます。ウォーターマーク・モードでは、FIFO が指定されたウォーターマークのエントリ数に達し、なおも新しいデータを書き込もうとした場合に、FIFO 書き込みエラーが発生する可能性があります。このエラーは、FIFO の全ての内容を読み出すか、または FIFO をクリアすることでクリアされます。

FIFO_STATUS レジスタのメイン・エラー・ビットは、STATUS レジスタと共有されており、同じ挙動を示します。

FIFO

FIFO データに対する CRC

FIFO データをリードバックする場合、エラー・レジスタの SPI_CRC_ERR を 1 に設定することで、16 ビットの CRC をイネーブルにすることができます。これは、FIFO_CONTROL レジスタの FIFO_STATUS がディスエーブル (ADD_FIFO_STATUS = 0) かつ FIFO_HEADER がイネーブル (ADD_FIFO_HEADER = 1) の状態でのみ可能です (デフォルト設定)。表 69 および図 107 を参照してください。

CRC データは、指定されたウォーターマークと同じ数のサンプルが読み出された後に送信されます。このため、ウォーターマーク・モードでは、FIFO の長さがウォーターマークと等しくなると、全てのデータに対して CRC チェックが行われます。ストリーミング・モードでは、ウォーターマーク単位のサンプル・ブロックに対して CRC が計算されます。

FIFO データに対する CRC は、次のように計算されます。

- ▶ 最初に送信される CRC は、(1) FIFO 読出しコマンド (0x7d) と読み出すデータ数、(2) 読み出された ADC データ、に基づいて計算されます。
 - ▶ 後続の CRC は、読み出された ADC データにのみ基づきます。
- チェックに使用する 16 ビットの CRC 多項式は次のとおりです。

$$x^{16} + x^{15} + x^{13} + x^9 + x^7 + x^6 + x^5 + x^3 + x^1 + 1$$

CRC は最大 32571 ビットに対し 3 ビットまでエラーを検出できます。また 256 のフル FIFO 深度で使用することができます。CRC は 0xFFFF に初期化する必要があります。

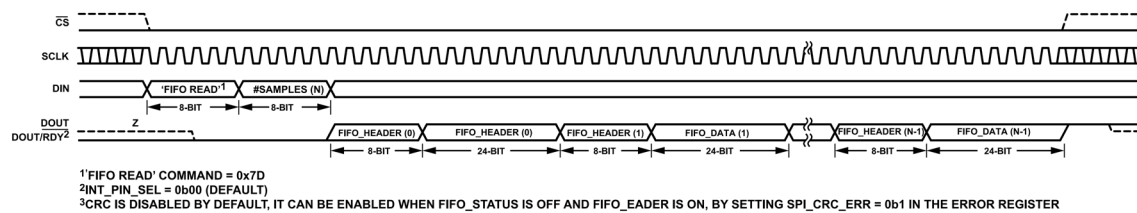


図 104. デフォルトの FIFO リードバック (FIFO_STATUS の追加なし、FIFO_HEADER の追加あり)

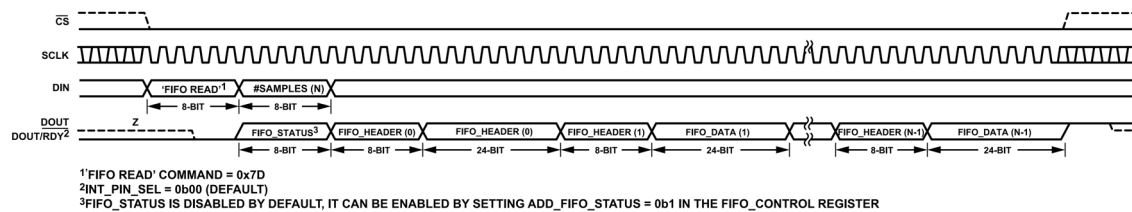


図 105. FIFO リードバック (FIFO_STATUS の追加あり、FIFO_HEADER の追加あり)

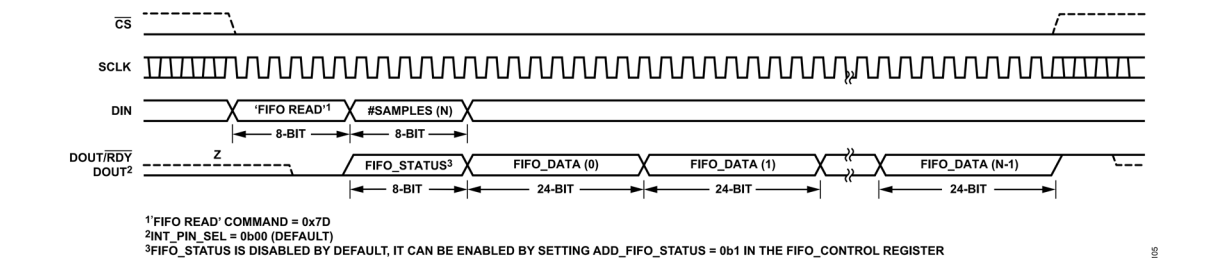


図 106. FIFO リードバック (FIFO_STATUS の追加あり、FIFO_HEADER の追加なし)

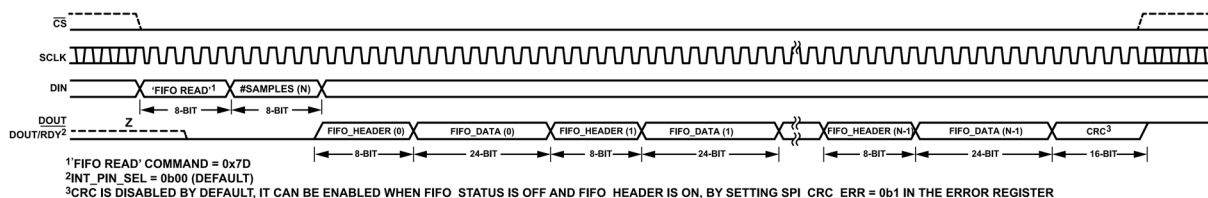


図 107. FIFO リードバック (FIFO_STATUS の追加なし、FIFO_HEADER の追加あり、CRC あり)

FIFO

FIFO 割込み

AD4130-4 の FIFO バッファは、FIFO_CONTROL レジスタを設定することで複数の割込みモードを取り入れることができます。FIFO 割込みピンに送られる割込み信号は、FIFO_CONTROL レジスタ内のイネーブルにされた全ての割込みオプションの論理和 (OR) です。割込み信号を指示するピンを選択する方法の詳細については、[FIFO 割込みピン](#)のセクションを参照してください。

FIFO ウォーターマーク割込み

FIFO ウォーターマーク割込みはデフォルトでイネーブルになっており、FIFO_CONTROL レジスタの WATERMARK_INT_EN ビットを 0 に設定することでディスエーブルにできます。FIFO ウォーターマーク割込みをトリガするのに必要なサンプル数は、ウォーターマーク・ビットフィールドで指定された値と同じです。例外は値 0 で、これはデフォルト値です。この場合、割込みをトリガする前に、FIFO を 256 エントリの最大深度まで埋める必要があります。FIFO ウォーターマーク割込み信号は、アクティブ・ハイで、FIFO 内のサンプル数がウォーターマーク・レジスタで指定された値以上である間、アサートされたままになります。FIFO ウォーターマーク割込み信号がデアサートされるのは、FIFO の残りのサンプルがウォーターマーク・エントリ未満であることが検出されて直ちにフラグがクリアされた場合です。

FIFO データ閾値割込み

FIFO_STATUS レジスタの THRES_HIGH_FLAG ビットおよび THRES_LOW_FLAG ビット ([表 71](#) 参照) をイネーブルにすると、FIFO_CONTROL レジスタの THRES_HIGH_INT_EN ビットや THRES_LOW_INT_EN ビットを 1 に設定することで、FIFO データ閾値割込みをトリガできます。どちらのオプションもデフォルトではディスエーブルになっていますが、それぞれ個別にイネーブルにすることが可能です。

FIFO データ閾値割込み閾値は、FIFO_THRESHOLD レジスタの THRES_HIGH_VAL および THRES_LOW_VAL のビットフィールドで指定できます。これらの値は、ADC_CONTROL レジスタのバイポーラ・ビットで指定される極性設定と一致している必要があります。

閾値を更新した後は、FIFO_CONTROL レジスタに書き込んで FIFO をクリアすることが推奨されます。これにより、FIFO 内の次の一連の変換処理では更新された閾値が適用されます。これを行うと、FIFO データ閾値割込み信号、および FIFO_STATUS レジスタの THRES_HIGH_FLAG ビットと THRES_LOW_FLAG ビットもクリアされます。

なお、閾値の比較には、閾値セットを基準として 1LSB のヒステリシスがあります。変換処理がトリガとなって THRES_HIGH_FLAG または THRES_LOW_FLAG が 1 に設定された場合、その後の変換処理では、DATA ビット [23:12] が THRES_LOW_VAL ビットフィールドより少なくとも 2LSB 大きく、かつ THRES_HIGH_VAL ビットフィールドより 2LSB 小さい必要があります。また、THRES_LOW_FLAG と THRES_HIGH_FLAG のビットを 0 に戻す必要があります。

FIFO エンプティ割込み

FIFO_STATUS レジスタの EMPTY_FLAG ビット ([表 71](#) 参照) をイネーブルにすると、FIFO_CONTROL レジスタの EMPTY_INT_EN ビットを 1 に設定することで、FIFO エンプティ割込みをトリガさせることができます。このオプションはデフォルトでは無効に設定されています。FIFO_STATUS レジスタの FIFO エンプティ・エラーがクリアされると FIFO エンプティ割込みはクリアされます。これが生じるのは少なくとも 1 つの ADC 変換で FIFO に書き込みが行われたときです。

FIFO の書き込み／読出し割込み

FIFO_STATUS レジスタの FIFO_WRITE_ERR ビットおよび FIFO_READ_ERR ビット ([表 71](#) 参照) をイネーブルにすると、FIFO_CONTROL レジスタの FIFO_WRITE_ERR_INT_EN ビットや FIFO_READ_ERR_INT_EN ビットを 1 に設定して FIFO 書き込み割込みや FIFO 読出し割込みをトリガできます。このオプションはデフォルトでは無効に設定されています。

FIFO の書き込み／読出し割込み信号は、FIFO_STATUS レジスタのエラー・フラグがクリアされると直ちにデアサートされます。

FIFO オーバーラン割込み

FIFO_STATUS レジスタの OVERRUN_FLAG ビット ([表 71](#) 参照) をイネーブルにすると、FIFO_CONTROL レジスタの OVERRUN_INT_EN ビットを 1 に設定して割込みをトリガできます。このオプションはデフォルトでは無効に設定されています。

FIFO オーバーラン割込みの信号は、FIFO_STATUS レジスタのエラー・フラグがクリアされると直ちにデアサートされます。これは FIFO が空になったときに発生します。

FIFO 割込みピン

FIFO がイネーブルになると、FIFO 割込み信号を内部で生成し、IO_CONTROL レジスタの INT_PIN_SEL ビット ([表 41](#) を参照) を設定することでその信号を任意のピンに送信することができます ([表 72](#) のとおり)。

あるピンを割込みとして設定すると、そのピンに対する他のピン制御設定よりも優先されます。つまり、ADC_CONTROL レジスタの CLK_SEL ビットを使用して CLK ピンを CLK 入力としてイネーブルにしても、CLK ピンが割込みとしてイネーブルになっている場合は無視されます。IO_CONTROL の GPO_CTRL_P0 ビットを使用して P0 ピンを GPO 出力としてイネーブルにしても、P0 が割込みとしてイネーブルになっている場合は無視されます。P0 が割込みピンとしてイネーブルになっている場合、スタンバイ・モードでは GPO ピンも自動的にイネーブルになります。

表 72. FIFO 割込みピンのオプション

INT_PIN_SEL	LFCSP	WLCSP ¹
0b00 (Default)	N/A ²	INT
0b01	CLK	CLK
0b10	P0	P0
0b11	N/A ²	N/A ²

¹ FIFO はイネーブル。FIFO がディスエーブルの場合は、INT_PIN_SEL ビットフィールドを使用して、レディ信号を [表 55](#) に示すピンに割り当てることができます。

² N/A は該当なしを意味します。

FIFO

FIFO のクリア

FIFO がイネーブルされている場合、FIFO_CONTROL レジスタに書き込みを行うと FIFO がクリアされます。IO_CONTROL レジスタの SYNCB_CLEAR ビット (表 41 参照) を 1 にセットすることで、SYNCピンを使用して FIFO クリアを開始することもできます。SYNCピンを使用して FIFO をクリアすると、シーケンサは必ず最初のチャンネルから再開します。詳細については、図 11、図 13、表 10 を参照してください。

アプリケーション情報

電源供給方式

AD4130-4 では、要件に応じて異なる電源供給方式を選択できます。

単電源動作 ($AV_{SS} = DGND$)

AD4130-4 が AV_{DD} および IOV_{DD} に接続された単電源で動作する場合、 AV_{SS} と $DGND$ を 1 つのグラウンド・プレーン上で短絡させることができます。このセットアップでは、真のバイポーラ入力を使用してコモンモード電圧をシフトする場合、外部レベル・シフト回路が必要になります。出力が 3.3V で静止電流が低い **ADP150** などのレギュレータが推奨されます。

AV_{DD} と IOV_{DD} が同じソースに接続されている場合、それぞれの最小値は最小 AV_{DD} (1.71V) によって制限されます。

分離電源動作 ($AV_{SS} \neq DGND$)

AD4130-4 は、 AV_{SS} を負電圧に設定した状態で動作できるため、真のバイポーラ入力を印加できます。これにより、外部のレベル・シフト回路なしで 0V を中心とした完全差動入力の信号を AD4130-4 に供給できるようになります。例えば、3.6V の分離電源を使用すると、 $AV_{DD} = +1.8V$ 、 $AV_{SS} = -1.8V$ になります。この場合、AD4130-4 は内部で信号をレベル・シフトさせるため、デジタル出力が $DGND$ (公称 0V) と IOV_{DD} の間で機能できるようになります。

AV_{DD} および AV_{SS} に分離電源を使用する場合は、絶対最大定格を考慮する必要があります (詳細については、**絶対最大定格**のセクションを参照)。

$AV_{SS} \neq DGND$ の場合、GPO はデジタル出力ピンとして使用できない点に注意してください。

別個の正電源での動作

消費電力を最小限に抑えたい場合、 AV_{DD} と IOV_{DD} を別々のソースに接続し、それぞれの最小値まで個別に下げることができます。 AV_{DD} は 1.71V まで下げることができ、 IOV_{DD} は 1.65V まで下げることができます。例えば、 IOV_{DD} はプロセッサ・インターフェースと同じソースから供給でき、 AV_{DD} は独自のソースから供給できます。

推奨デカップリング方法

高分解能 ADC を使用する場合は、デカップリングが重要です。AD4130-4 には、 AV_{DD} と IOV_{DD} の 2 つの電源ピンがあります。 AV_{DD} ピンは AV_{SS} を基準にしており、 IOV_{DD} ピンは $DGND$ を基準にしています。1 μ F のタンタル・コンデンサと 0.1 μ F のコンデンサを並列に配置して、 AV_{DD} を AV_{SS} からデカップリングします。1 μ F のタンタル・コンデンサと 0.1 μ F のコンデンサを並列に配置して、 IOV_{DD} を $DGND$ からデカップリングします。0.1 μ F のコンデンサを各電源のデバイスのできるだけ近くに、理想的にはデバイスに接するくらい近くに配置します。全てのアナログ入力は AV_{SS} からデカップリングします。外部リファレンスを使用する場合は、 $REFINx(+)$ ピンと $REFINx(-)$ ピンを AV_{SS} からデカップリングします。

AD4130-4 には 2 つのオンボード LDO レギュレータもあり、一方は AV_{DD} 電源を調整し、もう一方は IOV_{DD} 電源を調整します。REGCAPA ピンには、0.1 μ F のコンデンサを AV_{SS} に追加することが推奨されます。同様に、REGCAPD ピンには、0.1 μ F のコンデンサを $DGND$ に追加することが推奨されます。

入力フィルタ

モジュレータ周波数 ($f_{MOD} = f_{MCLK}/2 = 38.4kHz$) およびその高調波成分による干渉を排除するには、外付けのアンチエイリアス・フィルタが必要です。更に、電磁干渉 (EMI) を防ぐために、何らかのフィルタが必要になる場合もあります。アナログ入力はバッファされており、リファレンス入力もバッファ可能であるため、RC 回路をリファレンス入力またはアナログ入力のピンに接続することができます。

マイクロプロセッサのインターフェース

マイクロプロセッサと AD4130-4 のインターフェースは、DSP やマイクロコントローラに対応できる標準的なプロトコルを使用するシリアル・バスを通じて行われます。この通信チャンネルは、クロック信号、データ入力信号、データ出力信号、および同期信号で構成される 4 線式シリアル・インターフェースを必要とします。

AD4130-4 の SPI は、業界標準の DSP やマイクロコントローラに容易に接続できるように設計されています。図 108 には、MAX32670 に接続された AD4130-4 が示されています。MAX32670 は、AD4130-4 の SPI ピンに直接接続できる SPI ポートを内蔵しています。

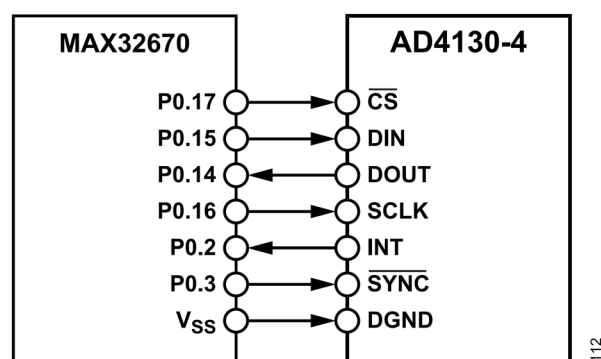


図 108. MAX32670 μ C と AD4130-4 の SPI 接続の例

デジタル・ピン

\overline{CS} (使用する場合)、 \overline{SYNC} 、SCLK の各ラインと IOV_{DD} の間に弱いプルアップ抵抗を接続して、デバイスの起動時にインターフェースをディスエーブル状態に維持することを推奨します。DIN ラインにも弱いプルダウン抵抗を配置することが推奨されます。

不使用ピン

以下のデジタル・ピンは、使用しない場合は注意して取り扱う必要があります。 \overline{SYNC} は IOV_{DD} に直接、または弱いプルアップ抵抗を介して接続します。 \overline{CS} と CLK はそれぞれ弱いプルダウン抵抗を介して $DGND$ に接続します。

アナログ・ピン ($AINx$ 、 $REFINx(\pm)$ 、 $REFOUT$ 、 PSW) は、使用しない場合は電氣的にフローティング状態のままにできますが、機械的な安定性確保のため PCB にハンダ付けする必要があります。

アプリケーション情報

パワーアップと初期化

AD4130-4 を起動するには、電源投入シーケンスを、DGND、AV_{SS} (DGND と異なる場合)、IOV_{DD}、AV_{DD}、REFINx(+)および REFINx(-)、AINx、デジタル入力ピンの順にすることを推奨します。また、詳細については、[デジタル・ピンのセクション](#)も参照してください。

起動時には、SPI トランザクションを開始する前に、**t_{RESET_DELAY}** の間待機します ([パワーオン・リセット](#)のセクションを参照)。デバイスにはパワーオン・リセット機能があります。ただし起動時にグリッチが発生すると、レジスタ破損の可能性があります。そのため、初期化ルーチンでのリセットが推奨されます。ソフトウェア・リセットを行うには、デバイスに 1 を 64 回連続して書き込みます ([デバイスのリセット](#)のセクションを参照)。デバイスの準備が整う前にデジタル・ホストが SPI トランザクションを実行しようとした場合、トランザクションは無効と見なされ、ERROR レジスタの SPI_IGNORE_ERR ビットが設定されます。SPI_IGNORE_ERR は、R/WIC 属性のビットです。

デバイスの初期化後は、デジタル・インターフェースにアクセスしてデバイスを構成できます。この設定には、アプリケーションに応じたリファレンス方式の選択などが含まれます。どの電圧リファレンス方式を用いるかによらず、デバイスを構成した後電圧リファレンスを安定させ、仕様を確実に満たすようにすることが推奨されます。

推奨される構成フローは次のとおりです。

1. インターフェース・モードの選択：ADC_CONTROL レジスタに書き込みます (3 線式モードまたは 4 線式モード、クロック・ソース、CRC の有効化、データおよびステータスなどを選択します)。
2. セットアップ構成：8 種類の ADC セットアップ・オプション。CONFIG_n および FILTER_n のレジスタに書き込みます (構成、フィルタの次数、出力データレートなどを選択します)。
3. チャンネル設定：CHANNEL_m レジスタに書き込みます (正負の入力の選択と各 ADC チャンネルの設定、GPIO 設定での断線検出機能の有効化などを選択します)。
4. ADC モードのセットアップ：変換を開始するために、ADC_CONTROL レジスタに書き込みます (ADC の動作モード、クロック・ソース、CRC の有効化、データおよびステータスなどを選択します)。

レイアウトと接地

アナログ入力とリファレンス入力は差動のため、アナログ・モジュレータ内の電圧のほとんどがコモンモード電圧です。このデバイスの優れた同相モード除去能力により、これらの入力の同相ノイズは除去されます。AD4130-4 に供給されるアナログ電源とデジタル電源は独立しており、デバイスのアナログ部とデジタル部の間のカップリングを最小限に抑えるために、別々のピンに割り当てられています。デジタル・フィルタは、メインのクロック周波数の整数倍の周波数を除く広帯域の電源ノイズを除去します。

また、アナログ入力とリファレンス入力アナログ変調器を飽和させない限り、デジタル・フィルタはこれらのノイズ源のノイズも除去します。そのため、従来の高分解能コンバータに比べて AD4130-4 のノイズ干渉耐性は向上しています。ただし、AD4130-4 は分解能が高く、コンバータのノイズ・レベルが非常

に低いことを考慮すると、グラウンディングとレイアウトについては注意が必要です。

ADC を実装する PCB は、アナログ部とデジタル部を分離し、これらを基板の特定の領域に限定して配置するように設計してください。一般に、エッチング部分を最小限に抑えると、最良のシールド効果が得られるので、この方法はグラウンド・プレーンに最適です。

どのようなレイアウトを使用する場合も、システム内における電流の流れには十分注意を払い、全てのリターン電流用の経路と目的の場所まで電流を流す経路をできるだけ近づけて配置するよう心がけてください。

デカップリング・コンデンサをパッケージのできるだけ近くに (理想的にはデバイスに密着させて) 配置してください。

デバイスの下にデジタル・ラインを通すことは、ノイズがダイに結合するため避けてください。これにより、AD4130-4 の下にアナログ・グラウンド・プレーンを配置してノイズの結合を防ぐことができます。AD4130-4 への電源ラインには可能な限り幅広いパターンを使用して低インピーダンス経路を確保し、電源ラインのグリッチを軽減します。クロックなどの高速スイッチング信号は、デジタル・グラウンドでシールドしてボードの他の部分へノイズが放射されるのを防止します。また、クロック信号がアナログ入力付近を流すのを防止し、通らないようにします。デジタル信号とアナログ信号は交差させないでください。基板の反対側のパターンは、互いに直角になるように配置します。これにより、基板上でフィードスルーの効果を削減できます。マイクロストリップ技術の使用が最善ですが、両面基板では常に使用できるとは限りません。この技法を使用する場合、基板の部品面はグラウンド・プレーン専用にして、信号はハンダ面に配線します。

AD4130-4 を分離電源動作で使用する場合、AV_{SS} には別のプレーンを用います。

アセンブリのガイドライン

WLCSP の場合、熱はハンダ・ボールから PCB に流れます。熱抵抗は PCB の構成によって決まります。銅層とグラウンドへのスルーホールを増やすと効率よく熱を除去できます。

デバイスの PCB レベルの信頼性は、PCB のタイプと使用する設計に直接関係します。半導体素子の熱膨張係数 (CTE) と一致する PCB 材料 (セラミックなど) を用いると、最適な機械的性能を得ることができます。有機材料の PCB (FR4 など) では、CTE が半導体素子と異なるため、アンダーフィルを用いると機械的性能を上げることができます。有機 PCB の厚さが 0.8mm を超える場合は、アンダーフィルの使用を検討してください。アンダーフィル材料の選択には、材料の性質がアプリケーションの使用条件と合致するよう、特別な注意が必要です。

ソフト・エラー・レート (SER) を減らすには、システム・アセンブリにおいて低アルファ線材料を用いることを検討してください。

WLCSP 向けの PCB のレイアウトおよびアセンブリについては、AN-617 アプリケーション・ノートに詳しい情報が記載されています。

LFCSP 向けの PCB のレイアウトおよびアセンブリについては、AN-772 アプリケーション・ノートに詳しい情報が記載されています。

AD4130-4 のレジスタ

AD4130-4 には、デバイスの設定に使用されるプログラマブルなユーザ設定レジスタがあります。表 73 には、AD4130-4 のユーザ構成レジスタの全リストが含まれています。各ビットの機能の詳細については、[AD4130-4 のレジスタの概要](#)のセクションおよび[レジスタの詳細](#)のセクションを参照してください。アクセスの列は、レジスタが読出し専用ビット (R) か、読出し専用と読出し/書込みビットの混合 (R/W) かを示します。読出し専用ビットは、SPI の書込みトランザクションでは上書きできませんが、読出し/書込みビットは上書きできます。表 73 には、各レジスタがシングル・バイトかマルチバイトかも示されています。AD4130-4 との通信方法の詳細については、[デジタル・インターフェース](#)のセクションを参照してください。

表 73. ユーザ設定レジスタの名称と説明¹

Address	Name	Description	Length	Reset	Access
N/A ²	COMMS	Communication register	Single byte	N/A ²	W
0x00	STATUS	Status register	Single byte	0x10	R
0x01	ADC_CONTROL	ADC control register	Two bytes	0x4000	R/W
0x02	DATA	Data register	Three bytes	0x000000	R
0x03	IO_CONTROL	Input/output control register	Two bytes	0x0000	R/W
0x04	VBIAS_CONTROL	VBIAS control register	Two bytes	0x0000	R/W
0x05	ID	Identification register	Single byte	0x0X ³	R
0x06	ERROR	Error register	Two bytes	0x0000	R/W
0x07	ERROR_EN	Error enable register	Two bytes	0x0040	R/W
0x08	MCLK_COUNT	MCLK count register	Single byte	0x00	R
0x09 to 0x18 by 1	CHANNEL_m (m = 0 to 15)	Channel m configuration registers	Three bytes	0xFFFFXX ⁴	R/W
0x19 to 0x20 by 1	CONFIG_n (n = 0 to 7)	Configuration registers (ADC Setup n)	Two bytes	0x0000	R/W
0x21 to 0x28 by 1	FILTER_n (n = 0 to 7)	Filter configuration registers (ADCs Setup n)	Three bytes	0x002030	R/W
0x29 to 0x30 by 1	OFFSET_n (n = 0 to 7)	Offset registers (ADC Setup n)	Three bytes	0x800000	R/W
0x31 to 0x38 by 1	GAIN_n (n = 0 to 7)	Gain registers (ADC Setup n)	Three bytes	0xFFFFXX ⁵	R/W
0x39	MISC	Miscellaneous register	Two bytes	0x0000	R/W
0x3A	FIFO_CONTROL	FIFO control register	Three bytes	0x040200	R/W
0x3B	FIFO_STATUS	FIFO status register	Single byte	0x01	R
0x3C	FIFO_THRESHOLD	FIFO threshold register	Three bytes	0xFFFF000	R/W
0x3D	FIFO_DATA	FIFO data register	Three bytes	0x000000	R

¹ 空白セルは該当なしを意味します。

² N/A は該当なしを意味します。

³ 詳細については、[識別レジスタ](#)のセクションを参照してください。

⁴ CHANNEL_0 のデフォルト値は 0x800100 です。他の全てのチャンネルのデフォルト値は 0x000100 です。

⁵ 公称値：0x555555。AD4130-4 は、ゲインが 1、かつ PGA_BYP_n = 0 の状態で、周囲温度において工場校正されています。その結果得られたゲイン係数は、デフォルト値としてデバイスの GAIN_n レジスタにロードされています。

AD4130-4 のレジスタの概要

表 74. ユーザ設定レジスタの概要¹

Addr.	Name	Bits	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Reset	R/W
N/A ²	COMMS	[7:0]	WEN	R/W	RS[5:0]						N/A ²	W
0x00	STATUS	[7:0]	RDY	MAIN_ERR	RESERVED	POR_FLAG	CH_ACTIVE				0x10	R
0x01	ADC_CON TROL	[15:8]	RESERVED	BIPOLAR	INT_REF_VA L	DOUT_DIS_ DEL	CONT_REA D	DATA_STAT US	CSB_EN	INT_REF_ EN	0x4000	R/W
		[7:0]	RESERVED	DUTY_CY C_RATIO	MODE				CLK_SEL			
0x02	DATA	[23:16]	DATA[23:16]								0x000000	R
		[15:8]	DATA[15:8]									
		[7:0]	DATA[7:0]									

AD4130-4 のレジスタ

表 74. ユーザ設定レジスタの概要¹ (続き)

Addr.	Name	Bits	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Reset	R/W		
0x03	IO_CONTR OL	[15:8]	RESERVED						SYNCB_CLE AR	INT_PIN_SEL		0x0000	R/W	
		[7:0]	GPO_DATA _P2	GPO_DATA _P1	GPO_DATA _P0	RESERVED	GPO_CTRL _P2	GPO_CTRL _P1	GPO_CTRL _P0	RESERVED				
0x04	VBIAS_CO NTROL	[15:8]	VBIAS_7	VBIAS_6	RESERVED	RESERVED	VBIAS_5	VBIAS_4	RESERVED	RESERVED	0x0000	R/W		
		[7:0]	RESERVED	RESERVED	VBIAS_3	VBIAS_2	RESERVED	RESERVED	VBIAS_1	VBIAS_0				
0x05	ID	[7:0]	RESERVED					SILICON_ID		MODEL_ID		0x0X ³	R	
0x06	ERROR	[15:8]	RESERVED					AINP_OV_U V_ERR	AINM_OV_U V_ERR	REF_OV_UV _ERR	REF_DETE CT_ERR	0x0000	R/W	
		[7:0]	ADC_ERR	SPI_IGNO RE_ERR	SPI_SCLK_C NT_ERR	SPI_READ_ ERR	SPI_WRITE _ERR	SPI_CRC_E RR	MM_CRC_E RR	ROM_CRC _ERR				
0x07	ERROR_E N	[15:8]	RESERVED				MCLK_CNT _EN	AINP_OV_U V_ERR_EN	AINM_OV_U V_ERR_EN	REF_OV_UV _ERR_EN	REF_DETE CT_ERR_E N	0x0040	R/W	
		[7:0]	ADC_ERR_E N	SPI_IGNO RE_ERR_E N	SPI_SCLK_C NT_ERR_EN	SPI_READ_ ERR_EN	SPI_WRITE _ERR_EN	SPI_CRC_E RR_EN	MM_CRC_E RR_EN	ROM_CRC _ERR_EN				
0x08	MCLK_CO UNT	[7:0]	MCLK_COUNT										0x00	R
0x09 to 0x18	CHANNEL _m (m = 0 to 15)	[23:16]	ENABLE_m	SETUP_m				PDSW_m	THRES_EN_ m	AINP_m[4:3]		0xFFFFFFFF ⁴	R/W	
		[15:8]	AINP_m[2:0]				AINM_m							
		[7:0]	I_OUT1_CH_m					I_OUT0_CH_m						
0x19 to 0x20	CONFIG_n (n = 0 to 7)	[15:8]	I_OUT1_n				I_OUT0_n			BURNOUT_n		0x0000	R/W	
		[7:0]	REF_BUF_P _n	REF_BUF M_n	REF_SEL_n		PGA_n			PGA_BYP_ _n				
0x21 to 0x28	FILTER_n (n = 0 to 7)	[23:16]	SETTLE_n				REPEAT_n						0x002030	R/W
		[15:8]	FILTER_MODE_n					RESERVED	FS_n[10:8]					
		[7:0]	FS_n[7:0]											
0x29 to 0x30	OFFSET_n (n = 0 to 7)	[23:16]	OFFSET_n[23:16]										0x800000	R/W
		[15:8]	OFFSET_n[15:8]											
		[7:0]	OFFSET_n[7:0]											
0x31 to 0x38	GAIN_n (n = 0 to 7)	[23:16]	GAIN_n[23:16]										0xFFFFFFFF ⁵	R/W
		[15:8]	GAIN_n[15:8]											
		[7:0]	GAIN_n[7:0]											
0x39	MISC	[15:8]	RESERVED	PD_ALDO	CAL_RANGE _X2	RESERVED					STBY_OUT _EN	0x0000	R/W	
		[7:0]	STBY_DIAG NOSTICS_E N	STBY_GP O_EN	STBY_PDSW _EN	STBY_BUR NOUT_EN	STBY_VBIA S_EN	STBY_IEXC _EN	STBY_REFH OL_EN	STBY_INT REF_EN				

AD4130-4 のレジスタ

表 74. ユーザ設定レジスタの概要¹ (続き)

Addr.	Name	Bits	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Reset	R/W	
0x3A	FIFO_CON TROL	[23:16]	RESERVED					ADD_FIFO_ STATUS	ADD_FIFO_ HEADER	FIFO_MODE		0x040200	R/W
		[15:8]	RESERVED	FIFO_WRI TE_ERR_I NT_EN	FIFO_READ_ ERR_INT_EN	THRES_HI GH_INT_EN	THRES_LO W_INT_EN	OVERRUN_ I NT_EN	WATERMAR K_INT_EN	EMPTY_IN T_EN			
		[7:0]	WATERMARK										
0x3B	FIFO_STAT US	[7:0]	MAIN_ERR	FIFO_WRI TE_ERR	FIFO_READ_ ERR	THRES_HI GH_FLAG	THRES_LO W_FLAG	OVERRUN_ FLAG	WATERMAR K_FLAG	EMPTY_FL AG	0x01	R	
0x3C	FIFO_THR ESHOLD	[23:16]	THRES_HIGH_VAL[11:4]								0xFFF000	R/W	
		[15:8]	THRES_HIGH_VAL[3:0]				THRES_LOW_VAL[11:8]						
		[7:0]	THRES_LOW_VAL[7:0]										
0x3D	FIFO_DAT A	[23:16]	FIFO_DATA[23:16]								0x000000	R	
		[15:8]	FIFO_DATA[15:8]										
		[7:0]	FIFO_DATA[7:0]										

¹ 空白セルは該当なしを意味します。² N/A は該当なしを意味します。³ 詳細については、識別レジスタのセクションを参照してください。⁴ CHANNEL_0 のデフォルト値は 0x800100 です。他の全てのチャンネルのデフォルト値は 0x000100 です。⁵ 公称値：0x555555。AD4130-4 は、ゲインが 1、かつ PGA_BYN = 0 の状態で、周囲温度において工場校正されています。その結果得られたゲイン係数は、デフォルト値としてデバイスの GAIN_n レジスタにロードされています。

レジスタの詳細

コミュニケーション・レジスタ

アドレス：N/A、リセット：0x10、レジスタ名：COMMS

デバイスとの全ての通信は、コミュニケーション・レジスタへの書込み動作から開始する必要があります。

表 75. COMMS レジスタのビットの説明

ビット	ビット名	設定	説明
7	WEN	0 1	書込みをイネーブにするビット。コミュニケーション・レジスタに書込みが行われるように、このビットには 0 を書き込む必要があります。書き込まれた最初のビットが 1 の場合、デバイスはレジスタ内の後続ビットに対するクロック動作を停止します。このビットに 0 が書き込まれるまで、デバイスはこのビット位置にとどまります。WEN ビットに 0 が書き込まれると同時に、次の 7 つのビットがコミュニケーション・レジスタにロードされます。 コミュニケーション可。 コミュニケーション不可。
6	R \overline{W}	0 1	このビット位置に 0 が設定されている場合、次の動作は指定されたレジスタへの書込みになります。このビット位置に 1 が設定されている場合、次の動作は指定されたレジスタからの読出しになります。 書込み動作。 読出し動作。
5:0	RS[5:0]		レジスタ・アドレス・ビット。これらのアドレス・ビットは、このシリアル・インターフェース通信中にデバイスのどのレジスタが選択されているかを示します。全てのレジスタおよび関連アドレスの一覧については、表 74 を参照してください。

AD4130-4 のレジスタ

ステータス・レジスタ

アドレス : 0x00、リセット : 0x10、レジスタ名 : STATUS

ADC およびインターフェースのステータス情報レジスタ。

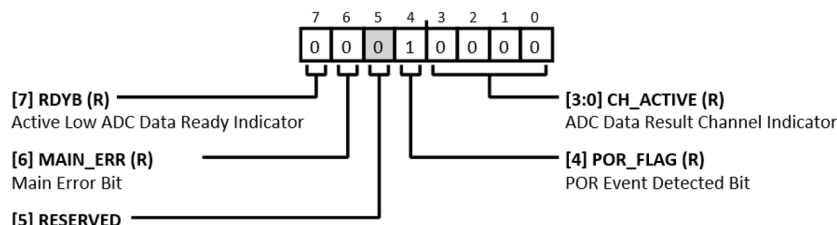


図 109.

表 76. ステータス・レジスタのビット説明

ビット	ビット名	設定	説明	リセット	アクセス
7	RDYB	0 1	アクティブ・ローの ADC データ・レディ・インジケータ。RDYB ビットは、ADC データの可用性を示すために用います。RDYB ビットは割込みイベントとして扱われるため、0 に設定されるとデータ・レディ・ピンはローになります。反対に、RDYB ビットが 1 に設定されると、データ・レディ・ピンは自動的にクリアされます（ハイになります）。 ADC データの準備が完了。ADC が新しい結果を DATA レジスタに書き込むとき、または ADC 校正モードで ADC が OFFSET_n レジスタおよび GAIN_n レジスタに書き込むとき、RDYB ビットは 0 に設定されます。RDYB ビットは、データ・レジスタを読み出すことで自動的に 1 に戻ります。OFFSET_n レジスタまたは GAIN_n レジスタを読み出しても、このビットには影響しません。 データの準備が未完了。RDYB ビットが 1 に設定されるのは、ADC がアイドル・モードまたはスタンバイ・モードになったこと、新しい校正が開始されたこと、または新しい変換が開始され、かつ新しいデータがまだ利用可能でないことを示す場合です。RDYB ビットは、連続変換モードで 1 に設定されます。変換結果の後にデータ・レジスタが読み出されない場合、SYNCピンをアサート（ローに設定）すると RDYB ビットも 1 に設定されます。RDYB ビットは、次の変換結果が書き込まれる 4MCLK サイクル前に 1 に設定され、データ・レジスタが間もなく更新されるため、データ・レジスタが読み出されないことを示します。ADC 結果が書き込まれるときにデータ・レジスタが読み出し中の場合、その書込みは中止されます。データ値の混在は生じませんが、1 回分の ADC 変換が失われます。	0x0	R
6	MAIN_ERR	0 1	メイン・エラー・ビット。このビットは、エラー・レジスタのいずれかのエラーが 1 に設定されたときに設定されます。この MAIN_ERR ビットが 1 に設定されると、FIFO_STATUS レジスタの MAIN_ERR ビットも 1 に設定されます。エラー・レジスタにエラーがなくなると、このビットは自動的にクリアされます。 エラー不検出。 メイン・エラー検出。	0x0	R
5	RESERVED		予約済み。	0x0	R
4	POR_FLAG	0 1	POR イベントの検出を示すビット。POR は、起動時または IOV _{DD} やデジタル LDO 電源が閾値未満になったときに発生します。このビットは、POR イベントが発生したときに 1 に設定され、ユーザがステータス・レジスタを読み出すとクリアされます。 POR イベント不検出。 POR イベントを検出。	0x1	R
[3:0]	CH_ACTIVE		ADC データ結果のチャンネル・インジケータ。これらのビットは、現在データ・レジスタに結果が格納されている ADC 変換に対してアクティブであるチャンネルを示します。このチャンネルは、現在変換中のチャンネルと異なる場合があります。これらの値は、現在アクティブな CHANNEL_m レジスタからの直接マップです。CHANNEL_0 では CH_ACTIVE = 0b0000 となり、CHANNEL_15 では CH_ACTIVE = 0b1111 となります。	0x0	R

AD4130-4 のレジスタ

ADC コントロール・レジスタ

アドレス : 0x01、リセット : 0x4000、レジスタ名 : ADC_CONTROL

ADC の動作モードを制御します。

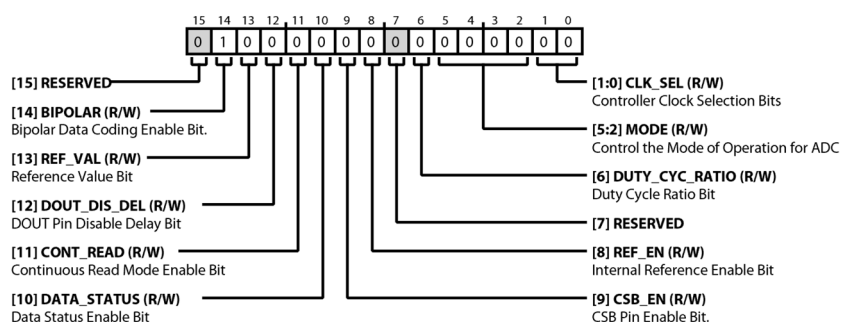


図 110.

表 77. ADC_CONTROL レジスタのビット説明

ビット	ビット名	設定	説明	リセット	アクセス
15	RESERVED		予約済み。	0x0	R
14	BIPOLAR	0 1	バイポーラ・データ・コーディングをイネーブルにするビット。ADC の出力コーディングを設定します。これはデジタル補正で、ADC 変換はバイポーラ入カスパンで実行されます。 ストレート・バイナリ（ユニポーラ）コーディング。 入力範囲：0V~V _{REF} /ゲイン。 V _{REF} /ゲイン：0xFFFFF 0：0x000000 オフセット・バイナリ（バイポーラ）コーディング。 入力範囲：-V _{REF} /ゲイン~V _{REF} /ゲイン V _{REF} /ゲイン：0xFFFFF 0：0x800000 -V _{REF} /ゲイン：0x000000	0x1	R/W
13	INT_REF_VAL	0 1	内部リファレンス値を設定するビット。高精度内部リファレンスの電圧を指定します。このビットは、同じレジスタの INT_REF_EN ビットと共に使用します。 2.5V。 1.25V。	0x0	R/W
12	DOUT_DIS_DEL	0 1	DOUT（WLCSP）ピンまたは DOUT/RDY（LFCSP）ピンのディスエーブル遅延ビット。このビットは、ADC_CONTROL レジスタの CSB_EN ビットが 0 に設定されている場合に、SCLK の非アクティブ・エッジから DOUT ピンがディスエーブルになるまでの時間を制御します。 遅延 = 10ns。 遅延 = 100ns。	0x0	R/W
11	CONT_READ	0 1	連続読み出しモードをイネーブルにするビット。このビットは、データ・レジスタの連続読み出しをイネーブルにします。連続読み出しモードでは、ADC データを読み出す前に COMMS レジスタに書き込む必要はありません。その代わりに、データ・レディ信号がローになった後に、必要な数の SCLK を送ります。データ・レディ信号は、連続読み出し中にフレーミング信号として機能します。SCLK は、データ・レディ信号がローになるまで無視されます。つまり、各 ADC 結果は 1 回だけ読み出すことができます。更に、次の変換の 4MCLK サイクル前の時点で読み出しがまだ進行中の場合、この読み出しは中止され、データ・レディ信号はデアサート（ハイに設定）されます。CRC がアクティブの場合、読み出しが無効であると判断できます。連続読み出しモードを終了するには、ソフトウェア・リセット・コマンド（64 個の 1）を発行するか、データ読み出しコマンド（0x42）を書き込みます。CRC がイネーブルの場合、CRC は不要です。FIFO がイネーブルの場合、この機能は無効化されます。 連続読み出しモードがディスエーブル。 連続読み出しモードがイネーブル。	0x0	R/W
10	DATA_STATUS	0 1	データ・ステータスをイネーブルにするビット。このビットが 1 に設定されていると、ステータス・レジスタの内容がデータ・レジスタの出力に追加され、チャンネル・ステータス情報がデータと共に送信されるようになります。そのため、データ・レジスタを読み出す際のフォーマットは、(DATA, Bits[23:0], STATUS, Bits[7:0])となります。これにより、データ・レジスタで読み出されている変換に関連したチャンネルを識別できるだけでなく、ステータスと読み出されているデータとを関連付けることもできます。 ステータスの付加なし。 ステータスをデータに追加。	0x0	R/W

AD4130-4 のレジスタ

表 77. ADC_CONTROL レジスタのビット説明 (続き)

ビット	ビット名	設定	説明	リセット	アクセス
9	CSB_EN	0 1	<p>$\overline{\text{CS}}$ピン・イネーブル・ビット。このビットは、$\overline{\text{CS}}$ピンの機能と SPI モードを制御します。</p> <p>$\overline{\text{CS}}$ピンの機能が無効化。SPI インターフェースは 3 線式モード。このインターフェースは、SCLK の最後の立上がりエッジでリセットされます。そのため、デバイスから読み出す際に、SCLK の最後の立上がりエッジで DOUT ピン (WLCSP) がディセーブルされるか、SCLK の最後の立上がりエッジで DOUT/RDY ピン (LFCSP) がデータ出力機能からデータ・レディ機能に切り替わります (データ・レディ信号が DOUT (WLCSP) ピンまたは DOUT/RDY (LFCSP) ピンに送出されるよう構成されていることが前提)。このタイミングは、ADC_CONTROL レジスタの DOUT_DIS_DEL ビットで変更できます。書き込みまたは読み出しコマンドでは、該当のレジスタに正しい数のクロックを供給するよう注意してください。レジスタ・サイズは、8 ビット/16 ビット/24 ビットのいずれかになる可能性があり、場合によっては、CRC をイネーブルにしたり、ステータスを追加したりすることでデータ幅が増加することもあります。</p> <p>DOUT (WLCSP) ピンまたは DOUT/RDY (LFCSP) ピンをイネーブル状態に維持するには、$\overline{\text{CS}}$ピンをローに接続する必要があります。DOUT (WLCSP) ピンまたは DOUT/RDY (LFCSP) ピンをトライステートにするために $\overline{\text{CS}}$ピンをハイに保つことは依然として可能です。</p> <p>$\overline{\text{CS}}$ピンの機能が有効化。SPI インターフェースは 4 線式モード。インターフェースは $\overline{\text{CS}}$の立上がりエッジでリセットされます。そのため、デバイスから読み出す際に、$\overline{\text{CS}}$の立上がりエッジで、DOUT (WLCSP) ピンまたは DOUT/RDY (LFCSP) ピンはデータ出力機能からデータ・レディ割込み機能に切り替わります (データ・レディ信号が DOUT (WLCSP) ピンまたは DOUT/RDY (LFCSP) ピンに送出されるよう構成されていることが前提)。SPI_WRITE_ERR ビット、SPI_READ_ERR ビット、SPI_SCLK_CNT_ERR ビットをイネーブルにすることができます。これらのビットは $\overline{\text{CS}}$がイネーブルの場合にのみ有効です。$\overline{\text{CS}}$がハイの場合、DOUT (WLCSP) ピンまたは DOUT/RDY (LFCSP) ピンはトライステートとなります。</p>	0x0	R/W
8	INT_REF_EN	0 1	<p>内部リファレンス・イネーブル・ビット。高精度の内部リファレンスがイネーブルの場合、REFOUT ピンに出力される値は、同じレジスタの INT_REF_VAL ビットの設定によって異なります。</p> <p>内部リファレンス・ディセーブル (デフォルト)。</p> <p>内部リファレンスがイネーブル。</p>	0x0	R/W
7	RESERVED		予約済み。	0x0	R
6	DUTY_CYC_RATIO	0 1	<p>デューティ・サイクル比を設定するビット。このビットは、デバイスがスタンバイ・モードになる割合を制御します。デューティ・サイクル・モードは全てのアクティブなチャンネルの変換時間 (デジタル後処理時間とウェイクアップ時間は無視) をアクティブ時間の時間基準として用い、スタンバイ時間はその倍数として導かれます。このビットを有効にするには、このレジスタの MODE ビットフィールドをデューティ・サイクル・モード (0b1001) に設定する必要があります。</p> <p>1/4 デューティ・サイクル。デバイスはサイクル時間の 1/4 がアクティブで、3/4 がスタンバイです。</p> <p>1/16 デューティ・サイクル。デバイスはサイクル時間の 1/16 がアクティブで、15/16 がスタンバイです。</p>	0x0	R/W
[5:2]	MODE	0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 to 1111	<p>ADC の動作モードを制御します。</p> <p>連続変換モード。</p> <p>シングル・シーケンス・モード。</p> <p>スタンバイ・モード。</p> <p>パワーダウン・モード。パワーダウン・モードに移行するには、デバイスがスタンバイ・モードであることが必要です。それ以外の場合、デバイスは連続変換モードに移行します。この手順は安全機能の役割を果たし、パワーダウン・モードへの偶発的なあるいは不必要な遷移を防止します。</p> <p>アイドル・モード。デジタル・フィルタとモジュレータは、リセット状態に保持されます。それ以外には変化はありません。</p> <p>内部オフセット校正 (ゼロ・スケール) デバイスは、校正が完了するとアイドル・モードに戻ります。</p> <p>内部ゲイン校正 (フルスケール) デバイスは、校正が完了するとアイドル・モードに戻ります。</p> <p>システムのオフセット校正 (ゼロ・スケール) デバイスは、校正が完了するとアイドル・モードに戻ります。</p> <p>システムのゲイン校正 (フルスケール) デバイスは、校正が完了するとアイドル・モードに戻ります。</p> <p>デューティ・サイクル・モード。デバイスは、このレジスタの DUTY_CYC_RATIO ビットに基づいて、選択されたシーケンスの変換とスタンバイを交互に繰り返します。</p> <p>「シングル・シーケンス + SYNC によるアイドル」モード。デバイスは、選択されたシーケンスの変換と、$\overline{\text{SYNC}}$ピンのハイからローへのパルスに基づくアイドル・モードを交互に繰り返します。</p> <p>「シングル・シーケンス + SYNC による STBY」モード。デバイスは、選択されたシーケンスの変換と、$\overline{\text{SYNC}}$ピンのハイからローへのパルスに基づくスタンバイを交互に繰り返します。</p> <p>予約済み。</p>	0x0	R/W

AD4130-4 のレジスタ

表 77. ADC_CONTROL レジスタのビット説明（続き）

ビット	ビット名	設定	説明	リセット	アクセス
[1:0]	MCLK_SEL	00 01 10 11	メイン・クロック選択ビット。 内部クロック 76.8kHz の出力をオフ。内部クロックをクロック・ソースに使用しますが、CLK ピンには出力しません。 内部クロック 76.8kHz の出力をオン。内部クロックをクロック・ソースに使用し、CLK ピンに出力します。 外部クロック 76.8kHz。外部 CLK ピンをクロック・ソースに使用します。 外部クロック 153.6kHz。外部 CLK ピンをクロック・ソースに使用し、内部で 2 分周してから利用します。	0x0	R/W

ADC 変換結果レジスタ

アドレス : 0x02、リセット : 0x000000、レジスタ名 : DATA

最新の ADC の結果を格納します。

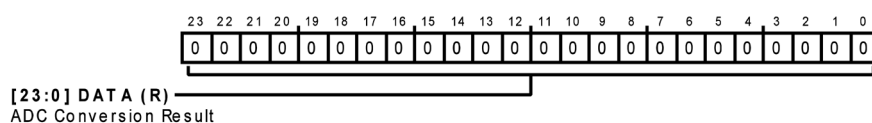


図 111.

表 78. DATA レジスタのビット説明

ビット	ビット名	設定	説明	リセット	アクセス
[23:0]	DATA		ADC 変換の結果。このレジスタには最新の ADC 変換の結果が格納されます。	0x0	R

入出力制御レジスタ

アドレス : 0x03、リセット : 0x0000、レジスタ名 : IO_CONTROL

入出力ポートの一部を制御します。

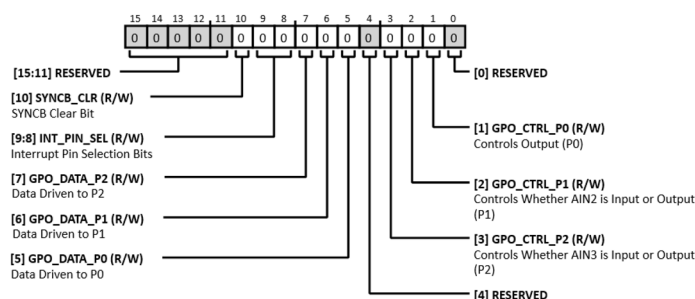


図 112.

AD4130-4 のレジスタ

表 79. IO_CONTROL レジスタのビット説明

ビット	ビット名	設定	説明	リセット	アクセス
[15:11]	RESERVED		予約済み。	0x0	R
10	SYNCB_CLEAR	0 1	SYNC クリア・ビット。このビットを使用すると、SYNC ピンのパルスで FIFO をクリアできます。 ディスエーブル。SYNC による FIFO 内容のクリアがディスエーブルです。 イネーブル。SYNC による FIFO 内容のクリアがイネーブルです。	0x0	R/W
[9:8]	INT_PIN_SEL	00 01 10 11	データ・レディ/FIFO 割込みピンを選択するビット。これらのビットは、データ・レディ/FIFO 割込み信号をどのピンに送るかを選択します。FIFO がディスエーブルの場合、データ・レディ信号は割込みイベントとして機能します。それ以外の場合、FIFO 割込みイベントは FIFO_CONTROL レジスタの設定によって決まります。 データ・レディ信号の場合は、INT ピン (WLCSP) または DOUT/RDY ピン (LFCSP)。FIFO 割込み信号の場合は、INT ピン (WLCSP) / 不使用 (LFCSP)。 CLK ピン。データ・レディ/FIFO 割込み信号は CLK ピンに送られます。この設定は、ADC_CONTROL レジスタの CLK_SEL ビットの設定よりも優先されます。 P0 ピン。データ・レディ/FIFO 割込み信号は P0 ピンに送られます。この設定は、IO_CONTROL レジスタの GPO_CTRL_P0 ビットよりも優先されます。 DOUT ピン (WLCSP) または DOUT/RDY ピン (LFCSP)。データ・レディ信号は DOUT ピン (WLCSP) または DOUT/RDY ピン (LFCSP) に送られます。このオプションは FIFO 割込み信号には用いません。	0x0	R/W
7	GPO_DATA_P2		データを P2 に転送。このピンが GPO_CTRL_P2 で出力として設定されている場合に限りします。	0x0	R/W
6	GPO_DATA_P1		データを P1 に転送。このピンが GPO_CTRL_P1 で出力として設定されている場合に限りします。	0x0	R/W
5	GPO_DATA_P0		データを P0 に転送。このピンが GPO_CTRL_P0 で出力として設定されている場合に限りします。	0x0	R/W
4	RESERVED		予約済み。	0x0	R/W
3	GPO_CTRL_P2	0 1	AIN3 が入力か出力かを制御します (P2)。スタンバイ・ピンとして機能し (MISC レジスタの STBY_OUT_EN ビットで設定)、最優先として扱われ、他の機能をオーバーライドします。 GPO には特定の入力機能が設けられます。 GPO が出力として機能します。	0x0	R/W
2	GPO_CTRL_P1	0 1	AIN2 が入力か出力かを制御します (P1)。 GPO には特定の入力機能が設けられます。 GPO が出力として機能します。	0x0	R/W
1	GPO_CTRL_P0	0 1	出力を制御します (P2)。割込みピンとして機能し (IO_CONTROL レジスタの INT_PIN_SEL ビットで設定)、最優先として扱われ、他の機能をオーバーライドします。 GPO には特定の入力機能が設けられます。 GPO が出力として機能します。	0x0	R/W
0	RESERVED		予約済み。	0x0	R/W

AD4130-4 のレジスタ

VBIAS 制御レジスタ

アドレス : 0x04、リセット : 0x0000、レジスタ名 : VBIAS_CONTROL

アナログ入力ピンに出力される VBIAS を選択します。

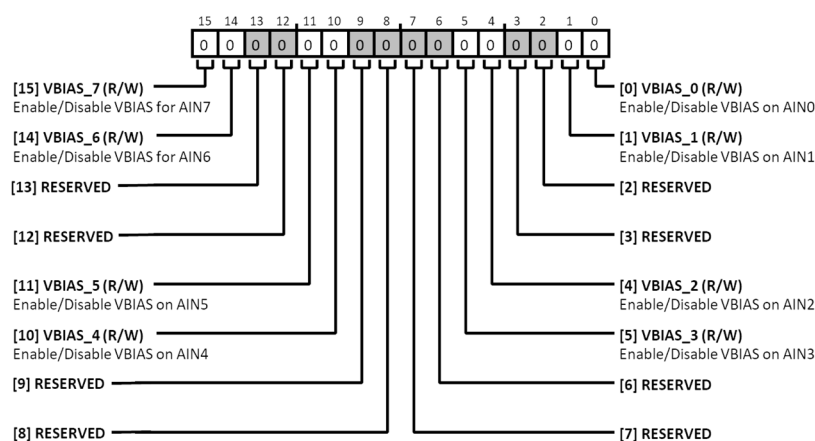


図 113.

表 80. VBIAS_CONTROL レジスタのビット説明

ビット	ビット名	設定	説明	リセット	アクセス
15	VBIAS_7	0 1	AIN7 用の VBIAS をイネーブル／ディスエーブルにします。 このピンでは VBIAS がディスエーブルになります。 このピンでは VBIAS がイネーブルになります。	0x0	R/W
14	VBIAS_6	0 1	AIN6 用の VBIAS をイネーブル／ディスエーブルにします。 このピンでは VBIAS がディスエーブルになります。 このピンでは VBIAS がイネーブルになります。	0x0	R/W
13	RESERVED		予約済み。	0x0	R
12	RESERVED		予約済み。	0x0	R
11	VBIAS_5	0 1	AIN5 用の VBIAS をイネーブル／ディスエーブルにします。 このピンでは VBIAS がディスエーブルになります。 このピンでは VBIAS がイネーブルになります。	0x0	R/W
10	VBIAS_4	0 1	AIN4 用の VBIAS をイネーブル／ディスエーブルにします。 このピンでは VBIAS がディスエーブルになります。 このピンでは VBIAS がイネーブルになります。	0x0	R/W
9	RESERVED		予約済み。	0x0	R
8	RESERVED		予約済み。	0x0	R
7	RESERVED		予約済み。	0x0	R
6	RESERVED		予約済み。	0x0	R
5	VBIAS_3	0 1	AIN3 用の VBIAS をイネーブル／ディスエーブルにします。 このピンでは VBIAS がディスエーブルになります。 このピンでは VBIAS がイネーブルになります。	0x0	R/W
4	VBIAS_2	0 1	AIN2 用の VBIAS をイネーブル／ディスエーブルにします。 このピンでは VBIAS がディスエーブルになります。 このピンでは VBIAS がイネーブルになります。	0x0	R/W
3	RESERVED		予約済み。	0x0	R
2	RESERVED		予約済み。	0x0	R

AD4130-4 のレジスタ

表 80. VBIAS_CONTROL レジスタのビット説明（続き）

ビット	ビット名	設定	説明	リセット	アクセス
1	VBIAS_1	0	AIN1 用の VBIAS をイネーブル／ディスエーブルにします。 このピンでは VBIAS がディスエーブルになります。	0x0	R/W
		1	このピンでは VBIAS がイネーブルになります。		
0	VBIAS_0	0	AIN0 用の VBIAS をイネーブル／ディスエーブルにします。 このピンでは VBIAS がディスエーブルになります。	0x0	R/W
		1	このピンでは VBIAS がイネーブルになります。		

AD4130-4 のレジスタ

識別レジスタ

アドレス : 0x05、リセット : 0x0X、レジスタ名 : ID

8 ビットのデバイス ID を返します。

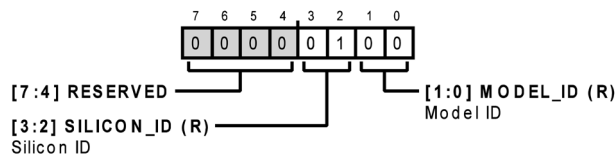


図 114.

表 81. ID レジスタのビットの説明

ビット	ビット名	設定	説明	リセット	アクセス
[7:4]	RESERVED		予約済み。	0x0	R
[3:2]	SILICON_ID		シリコン ID。	0x1	R
[1:0]	MODEL_ID	00 01	モデル ID。これらのビットはモデルごとにデフォルトで設定されており、読出し専用です。 24 ビット WLCSP。 24 ビット LFCSP。	0x0 0x1	R

エラー・レジスタ

アドレス : 0x06、リセット : 0x0000、レジスタ名 : ERROR

このレジスタの各エラー・ビットを期待通り機能させるためには、ERROR_EN レジスタでイネーブルにする必要があります。このレジスタの全ビットは R/W1C 属性です。

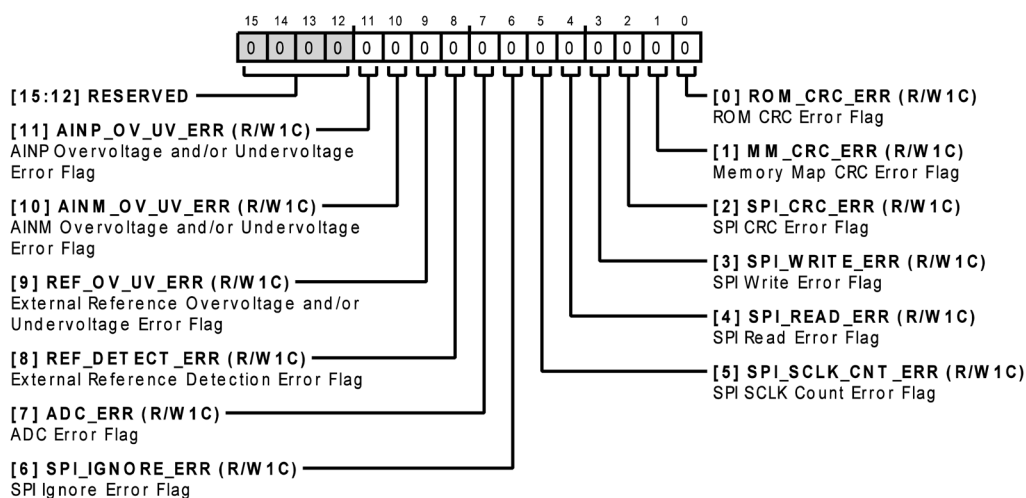


図 115.

表 82. ERROR レジスタのビットの説明

ビット	ビット名	設定	説明	リセット	アクセス
[15:12]	RESERVED		予約済み。	0x0	R
11	AINP_OV_UV_ERR	0 1	AINP の過電圧や低電圧エラーのフラグ。設定された場合、このビットは AINP の過電圧や低電圧が検出されたことを示します。ERROR_EN レジスタでこのエラー・フラグをイネーブルにしてください。 エラー不検出。 AINP の OV/UV エラーを検出。	0x0	R/W1C

AD4130-4 のレジスタ

表 82. ERROR レジスタのビットの説明（続き）

ビット	ビット名	設定	説明	リセット	アクセス
10	AINM_OV_UV_ERR	0 1	AINM の過電圧や低電圧エラーのフラグ。設定された場合、このビットは AINM の過電圧や低電圧が検出されたことを示します。ERROR_EN レジスタでこのエラー・フラグをイネーブルにしてください。 エラー不検出。 AINM の OV/UV エラーを検出。	0x0	R/W1C
9	REF_OV_UV_ERR	0 1	外部リファレンスの過電圧や低電圧エラーのフラグ。設定された場合、このビットは外部リファレンスの過電圧や低電圧が検出されたことを示します。ERROR_EN レジスタでこのエラー・フラグをイネーブルにしてください。 エラー不検出。 REFIN の OV/UV エラーを検出。	0x0	R/W1C
8	REF_DETECT_ERR	0 1	外部リファレンス検出エラーのフラグ。設定された場合、このビットは外部リファレンス電圧 (REFINx(+)-REFINx(-)) が閾値未満であることを示します。ERROR_EN レジスタでこのエラー・フラグをイネーブルにしてください。 エラー不検出。 REFIN エラーを検出。	0x0	R/W1C
7	ADC_ERR	0 1	ADC エラーのフラグ。このエラーは、次の ADC 変換／校正エラーのいずれかが検出されたときに設定されます。つまり、ADC の変換結果が正のフルスケールに固定された場合、ADC の変換結果が負のフルスケールに固定された場合、ADC のオフセット／ゲイン校正の結果が指定範囲を外れた場合、モジュレータが飽和した場合のいずれかです。ERROR_EN レジスタでこのエラー・フラグをイネーブルにしてください。 エラー不検出。 ADC エラーを検出。	0x0	R/W1C
6	SPI_IGNORE_ERR	0 1	SPI 無視エラーのフラグ。設定された場合、このビットは SPI アクセスが無視されるタイミング (ROM 内容をダウンロード中など) に SPI アクセスが行われたことを示します。ERROR_EN レジスタでこのエラー・フラグをイネーブルにしてください。 エラー不検出。 SPI エラーを検出。	0x0	R/W1C
5	SPI_SCLK_CNT_ERR	0 1	SPI の SCLK カウント・エラーのフラグ。設定された場合、このビットは指定された SPI フレームに対する SCLK の数が 8 の倍数になっていないことを示します。ERROR_EN レジスタでこのエラー・フラグをイネーブルにしてください。 エラー不検出。 SCLK カウント・エラーを検出。	0x0	R/W1C
4	SPI_READ_ERR	0 1	SPI 読出しエラーのフラグ。設定された場合、このビットは無効なアドレスで SPI 読出しが実行されたことを示します。ERROR_EN レジスタでこのエラー・フラグをイネーブルにしてください。 エラー不検出。 SPI 読出しエラーを検出。	0x0	R/W1C
3	SPI_WRITE_ERR	0 1	SPI 書込みエラーのフラグ。設定された場合、このビットは無効なアドレスで SPI 書込みが実行されたことを示します。ERROR_EN レジスタでこのエラー・フラグをイネーブルにしてください。 エラー不検出。 SPI 書込みエラーを検出。	0x0	R/W1C
2	SPI_CRC_ERR	0 1	SPI の CRC エラーのフラグ。設定された場合、このビットは SPI 通信で CRC エラーが検出されたことを示します。ERROR_EN レジスタでこのエラー・フラグをイネーブルにしてください。 エラー不検出。 SPI の CRC エラーを検出。	0x0	R/W1C
1	MM_CRC_ERR	0 1	メモリ・マップの CRC エラーのフラグ。このエラーがイネーブルになると、メモリ・マップに対して周期的に CRC チェックが実行されます。設定された場合、このビットはメモリ・マップ内容の変更が（実際の書込みがなくても）検出されたことを示します。ERROR_EN レジスタでこのエラー・フラグをイネーブルにしてください。 エラー不検出。 メモリ・マップの CRC エラーを検出。	0x0	R/W1C

AD4130-4 のレジスタ

表 82. ERROR レジスタのビットの説明（続き）

ビット	ビット名	設定	説明	リセット	アクセス
0	ROM_CRC_ERR	0 1	ROM の CRC エラーのフラグ。ROM 内容に対する CRC 計算は起動時に行われます。設定された場合、このビットは ROM 内容が変更されたことを示します。ERROR_EN レジスタでこのエラー・フラグをイネーブルにしてください。 エラー不検出。 ROM の CRC エラーを検出。	0x0	R/W1C

エラー・イネーブル・レジスタ

アドレス：0x07、リセット：0x0040、レジスタ名：ERROR_EN

このレジスタの各ビットでエラー・レジスタのフラグをイネーブルにします。

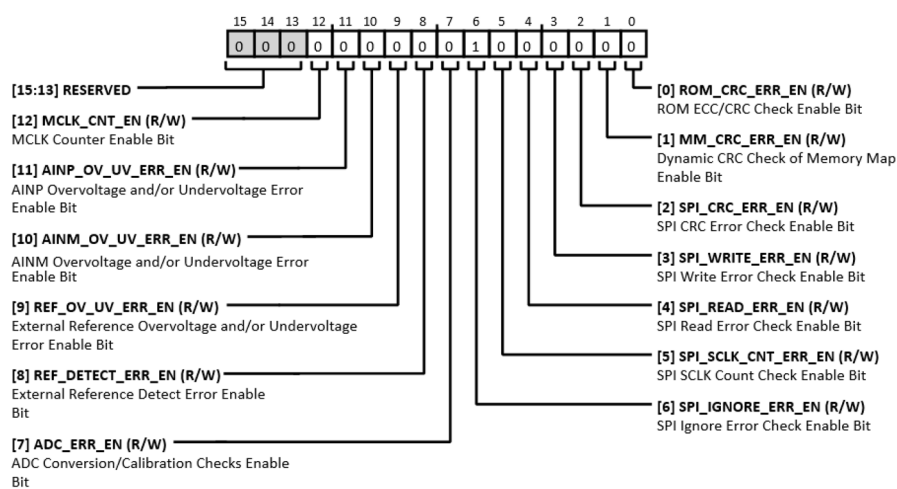


図 116.

表 83. ERROR_EN レジスタのビットの説明

ビット	ビット名	設定	説明	リセット	アクセス
[15:13]	RESERVED		予約済み。	0x0	R
12	MCLK_CNT_EN	0 1	MCLK カウンタをイネーブルにするビット。カウンタ値は MCLK_COUNT レジスタで通知されます。 MCLK カウンタがディスエーブル。 MCLK カウンタがイネーブル。	0x0	R/W
11	AINP_OV_UV_ERR_EN	0 1	AINP の過電圧エラーや低電圧エラーをイネーブルにするビット。このビットが 1 に設定されると、エラー・レジスタに示される AINP の過電圧エラーがイネーブルになります。 AINP の OV/UV エラーがディスエーブル。 AINP の OV/UV エラーがイネーブル。	0x0	R/W
10	AINM_OV_UV_ERR_EN	0 1	AINM の過電圧エラーや低電圧エラーをイネーブルにするビット。このビットが 1 に設定されると、AINM の過電圧／低電圧エラーがエラー・レジスタに示されるようになります。 AINM の OV/UV エラーがディスエーブル。 AINM の OV/UV エラーがイネーブル。	0x0	R/W
9	REF_OV_UV_ERR_EN	0 1	外部リファレンスの過電圧エラーや低電圧エラーをイネーブルにするビット。このビットが 1 に設定されると、外部リファレンスの過電圧／低電圧エラーがエラー・レジスタに示されるようになります。 REFIN の OV/UV エラーがディスエーブル。 REFIN の OV/UV エラーがイネーブル。	0x0	R/W

AD4130-4 のレジスタ

表 83. ERROR_EN レジスタのビットの説明（続き）

ビット	ビット名	設定	説明	リセット	アクセス
8	REF_DETECT_ERR_EN	0 1	外部リファレンス検出エラーをイネーブルにするビット。このビットが 1 に設定されると、外部リファレンス・エラーがエラー・レジスタに示されるようになります。 REFIN エラーがディセーブル。 REFIN エラーがイネーブル。	0x0	R/W
7	ADC_ERR_EN	0 1	ADC の変換／校正チェックをイネーブルにするビット。このビットが 1 に設定されると、ADC_ERR がエラー・レジスタに示されるようになります。 ADC エラーがディセーブル。 ADC エラーがイネーブル。	0x0	R/W
6	SPI_IGNORE_ERR_EN	0 1	SPI 無視エラーのチェックをイネーブルにするビット。デフォルトではイネーブルです。このエラーは、エラー・レジスタの SPI_IGNORE_ERR で通知されます。起動時にヒューズがコピーされているときにユーザがメモリ・マップに書き込みを行った場合、あるいは、オフセット校正またはゲイン校正を実行しているときにユーザがメモリ・マップに書き込みを行った場合に、エラー・フラグが立ちます。 SPI 無視エラーがディセーブル。 SPI 無視エラーがイネーブル。	0x1	R/W
5	SPI_SCLK_CNT_ERR_EN	0 1	SPI の SCLK カウントのチェックをイネーブルにするビット。この機能をイネーブルにするには、ADC_CONTROL の CSB_EN も 1 に設定する必要があります。SPI SCLK カウンタは、各読出し／書き込み動作で使用する SCLK パルスの数をカウントします。この機能を使用する場合、CS は全ての読出し操作および書き込み操作をフレーム化する必要があります。全ての読出し動作および書き込み動作は、8SCLK パルスの倍数になります。SCLK カウンタが SCLK パルスをカウントし、その結果が 8 の倍数でない場合、エラー・フラグが立ち、エラー・レジスタの SPI_SCLK_CNT_ERR ビットが設定されます。書き込み動作が行われ、SCLK に含まれる SCLK パルスの数が条件を満たさない場合、その値はアドレス指定されたレジスタに書き込まれず、この書き込み動作は中止されます。 SPI の SCLK エラーがディセーブル。 SPI の SCLK エラーがイネーブル。	0x0	R/W
4	SPI_READ_ERR_EN	0 1	SPI 読出しエラーのチェックをイネーブルにするビット。この機能をイネーブルにするには、ADC_CONTROL の CSB_EN も 1 に設定する必要があります。このエラーは、エラー・レジスタの SPI_READ_ERR で通知されます。SPI_READ_ERR ビットが設定されるのは、無効なアドレスを読出すとした場合です。 SPI 読出しエラーがディセーブル。 SPI 読出しエラーがイネーブル。	0x0	R/W
3	SPI_WRITE_ERR_EN	0 1	SPI 書き込みエラーのチェックをイネーブルにするビット。この機能をイネーブルにするには、ADC_CONTROL の CSB_EN も 1 に設定する必要があります。このエラーは、エラー・レジスタの SPI_WRITE_ERR で通知されます。SPI_WRITE_ERR ビットが設定されるのは、無効なアドレスまたは読出し専用アドレスに書き込もうとした場合です。 SPI 書き込みエラーがディセーブル。 SPI 書き込みエラーがイネーブル。	0x0	R/W
2	SPI_CRC_ERR_EN	0 1	SPI の CRC エラー・チェックをイネーブルにするビット。チェックサムを使用することで、レジスタには有効なデータのみが確実に書き込まれ、レジスタから読出したデータを検証できるようになります。レジスタへの書き込み中にエラーが発生した場合、エラー・レジスタの CRC_ERR ビットが設定されます。ただし、レジスタへの書き込みが成功したかを確認するには、レジスタをリードバックしてチェックサムを検証してください。 SPI の CRC チェックがディセーブル。 SPI の CRC チェックがイネーブル。	0x0	R/W
1	MM_CRC_ERR_EN	0 1	メモリ・マップの動的な CRC チェックをイネーブルにするビット。このエラーは、エラー・レジスタの MM_CRC_ERR で通知されます。メモリ・マップの CRC は、読出し専用レジスタ（ステータス、データ、MCLK_COUNT など）を除く全てのメモリ・マップ内容に対して実行されます。CRC は 426.6μs (2.4kHz) ごとに実行されます。今後、メモリ・マップへの書き込みが行われるたびに、CRC が再計算されます。これは以下の場合に生じます。ユーザによる書き込みが行われた場合、オフセット／ゲイン校正が行われた場合、MODE ビットがシングル・シーケンス・モードの変換終了時にシングル・シーケンスからアイドルに変わった場合、連続読出しモードを終了する際に ADC_CONTROL の CONT_READ ビットが 0 に変わった場合です。 MM の CRC チェックがディセーブル。 MM の CRC チェックがイネーブル。	0x0	R/W

AD4130-4 のレジスタ

表 83. ERROR_EN レジスタのビットの説明（続き）

ビット	ビット名	設定	説明	リセット	アクセス
0	ROM_CRC_ERR_EN	0 1	ROM の ECC/CRC チェックをイネーブルにするビット。起動時には必ず ROM の CRC が実行され、このビットでエラーの通知をイネーブルにします。このエラーは、エラー・レジスタの ROM_CRC_ERR で通知されます。 ROM の CRC/ECC チェックがデイスエーブル。 ROM の CRC/ECC チェックがイネーブル。	0x0	R/W

MCLK カウンタ・レジスタ

アドレス：0x08、リセット：0x00、レジスタ名：MCLK_COUNT

この機能がイネーブルの場合、MCLK のカウント値が返されます。

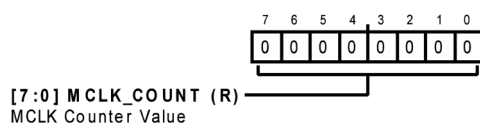


図 117.

表 84. MCLK_COUNT レジスタのビット説明

ビット	ビット名	設定	説明	リセット	アクセス
[7:0]	MCLK_COUNT		MCLK カウンタの値。このレジスタで、内蔵／外部発振器の周波数を決めることができます。内部では、クロック・カウンタがメイン・クロック ($f_{MCLK} = 76.8\text{kHz}$) の 131 パルスごとにインクリメントされるため、更新レートは 586.26Hz となります。8 ビット・カウンタは、最大値に到達すると最初の値に戻ります。MCLK カウンタ機能を有効にするには、ERROR_EN レジスタの MCLK_CNT_EN ビットを使用します。	0x00	R

AD4130-4 のレジスタ

チャンネル m の設定レジスタ (m = 0~15)

アドレス : 0x09~0x18 (1 ずつインクリメント)、リセット : 0x800100 (CHANNEL_0)、0x000100 (その他の全チャンネル)、レジスタ名 : CHANNEL_m (m = 0~15)

これらのレジスタを用いると、自動化されたシーケンスでのチャンネルのイネーブル、プラス入力とマイナス入力の選択、特定の入力における励起電流の可用性の決定、FIFO に対する閾値のイネーブルが可能になります。こうしたことにより、各チャンネルに関連付けられた ADC セットアップ n をユーザが選択できるようになります。ADC セットアップは、構成、フィルタ、オフセット、ゲインの各レジスタで構成されています。

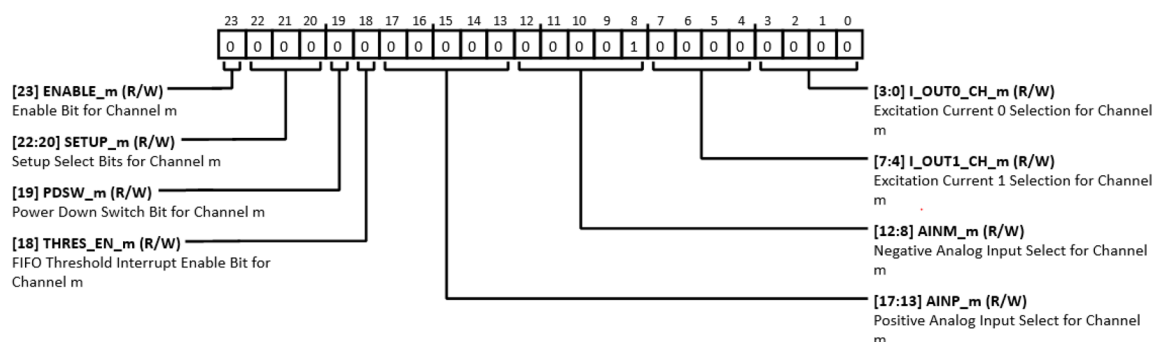


図 118.

表 85. CHANNEL_m レジスタのビット説明

ビット	ビット名	設定	説明	リセット	アクセス
23	ENABLE_m	0 1	チャンネル m をイネーブルにするビット。このビットによって、関連するチャンネルがシーケンスに加わることができるようになります。デフォルトでは、CHANNEL_0 の ENABLE_0 ビットのみが 1 に設定されており、その他の ENABLE_m ビットは全て 0 に設定されています。変換処理の順序は、イネーブルになった最小番号のチャンネルから開始し、引き続き番号が大きいチャンネルへと順次進んでから、再び最小番号のチャンネルに戻ります。ADC が特定のチャンネルの結果を書込む場合、ステータス・レジスタの 4 ビットの LSB がそのチャンネル番号（範囲：0~15）に設定されます。これにより、ユーザは読出し中のデータに対応するチャンネルを識別できます。 チャンネルがディスエーブル。 チャンネルがイネーブル。	0x1 (CHANNEL_0) 0x0 (CHANNEL_m)	R/W
[22:20]	SETUP_m	0 1 2 3 4 5 6 7	チャンネル m の ADC セットアップを選択するビット。ADC セットアップは対応する一連の 4 個のレジスタ (CONFIG_n、FILTER_n、OFFSET_n、GAIN_n) で構成されています。例えば、チャンネルの SETUP_m の値が 0 の場合、その設定は、CONFIG_0、FILTER_0、OFFSET_0、GAIN_0 で決まります。全てのチャンネルが同じセットアップを使用することができます。この場合、全てのアクティブなチャンネルのこれらのビットに同じ 3 ビットの値が書き込まれます。または、最大 8 個のチャンネルを別々に構成できます。 ADC セットアップ 0。CONFIG_0/FILTER_0/OFFSET_0/GAIN_0 の構成を用いて、このチャンネルの ADC を構成します。 ADC セットアップ 1。CONFIG_1/FILTER_1/OFFSET_1/GAIN_1 の構成を用いて、このチャンネルの ADC を構成します。 ADC セットアップ 2。CONFIG_2/FILTER_2/OFFSET_2/GAIN_2 の構成を用いて、このチャンネルの ADC を構成します。 ADC セットアップ 3。CONFIG_3/FILTER_3/OFFSET_3/GAIN_3 の構成を用いて、このチャンネルの ADC を構成します。 ADC セットアップ 4。CONFIG_4/FILTER_4/OFFSET_4/GAIN_4 の構成を用いて、このチャンネルの ADC を構成します。 ADC セットアップ 5。CONFIG_5/FILTER_5/OFFSET_5/GAIN_5 の構成を用いて、このチャンネルの ADC を構成します。 ADC セットアップ 6。CONFIG_6/FILTER_6/OFFSET_6/GAIN_6 の構成を用いて、このチャンネルの ADC を構成します。 ADC セットアップ 7。CONFIG_7/FILTER_7/OFFSET_7/GAIN_7 の構成を用いて、このチャンネルの ADC を構成します。	0x0	R/W

AD4130-4 のレジスタ

表 85. CHANNEL_m レジスタのビット説明（続き）

ビット	ビット名	設定	説明	リセット	アクセス
19	PDSW_m	0 1	チャンネル m のパワーダウン・スイッチを設定するビット。このビットは、デバイスがパワーダウン・モードまたはスタンバイ・モードでない限り、チャンネルごとに PSW ピンを AV_{SS} に接続するオプションをイネーブルにします。このビットが 1 の場合、このチャンネルのパワーダウン・スイッチがイネーブルになり、PSW ピンに接続されているものは全て AV_{SS} に短絡されます。パワーダウン・モードでは、スイッチは自動的にオープン（つまりディスエーブル）になります。デバイスがスタンバイ・モードの間は、MISC レジスタの STBY_PDSW_EN ビットが 0 に設定されている場合、このビットの機能はディスエーブルになります。 パワーダウン・スイッチがオフ。このチャンネルのパワーダウン・スイッチは常にディスエーブルです。 パワーダウン・スイッチがオン。これにより、PSW ピンは電流シンクが可能になります。	0x0	R/W
18	THRES_EN_m		チャンネル m の FIFO 閾値割込みイネーブル・ビット。このビットが 1 にセットされていると、このチャンネルからの変換データが、FIFO_THRESHOLD レジスタの THRES_LOW_VAL および THRES_HIGH_VAL で定められた閾値を横切るかどうかをモニタされます。FIFO がディスエーブルの場合、このビットは機能しません。	0x0	R/W
[17:13]	AINP_m	00000 00001 00010 00011 00100 00101 00110 00111 01000 01001 01010 01011 01100 01101 01110 01111 10000 10001 10010 10011 10100 10101 10110 10111 11000 11001 11010 11011 11100 11101 11110 11111	チャンネル m の正のアナログ入力を選択します。これらのビットで、このチャンネルの正の入力に接続するアナログ入力を選択します。 AIN0。 AIN1。 予約済み。 予約済み。 AIN2。 AIN3。 予約済み。 予約済み。 予約済み。 予約済み。 AIN4。 AIN5。 予約済み。 予約済み。 AIN6。 AIN7。 温度センサー。 AV_{SS} 。 内蔵リファレンス。 DGND。 $(AV_{DD} - AV_{SS})/6+$ 。 $(AV_{DD} - AV_{SS})/6-$ と併用して、電源 $AV_{DD} - AV_{SS}$ を監視します。 $(AV_{DD} - AV_{SS})/6-$ 。 $(AV_{DD} - AV_{SS})/6+$ と併用して、電源 $AV_{DD} - AV_{SS}$ を監視します。 $(IOV_{DD} - DGND)/6+$ 。 $(IOV_{DD} - DGND)/6-$ と併用して、 $IOV_{DD} - DGND$ を監視します。 $(IOV_{DD} - DGND)/6-$ 。 $(IOV_{DD} - DGND)/6+$ と併用して、 $IOV_{DD} - DGND$ を監視します。 $(ALDO - AV_{SS})/6+$ 。 $(ALDO - AV_{SS})/6-$ と併用して、アナログ LDO を監視します。 $(ALDO - AV_{SS})/6-$ 。 $(ALDO - AV_{SS})/6+$ と併用して、アナログ LDO を監視します。 $(DLDO - DGND)/6+$ 。 $(DLDO - DGND)/6-$ と併用して、デジタル LDO を監視します。 $(DLDO - DGND)/6-$ 。 $(DLDO - DGND)/6+$ と併用して、デジタル LDO を監視します。 V_{MV_P} 。 V_{MV_M} と併用して、数十 mV _{P-P} の信号を ADC に印加します。 V_{MV_M} 。 V_{MV_P} と併用して、数十 mV _{P-P} の信号を ADC に印加します。 予約済み。 予約済み。	0x0	R/W
[12:8]	AINM_m	00000 00001	チャンネル m の負のアナログ入力を選択します。これらのビットで、このチャンネルの負の入力に接続するアナログ入力を選択します。 AIN0。 AIN1。	0x1	R/W

AD4130-4 のレジスタ

表 85. CHANNEL_m レジスタのビット説明（続き）

ビット	ビット名	設定	説明	リセット	アクセス
		00010	予約済み。		
		00011	予約済み。		
		00100	AIN2。		
		00101	AIN3。		
		00110	予約済み。		
		00111	予約済み。		
		01000	予約済み。		
		01001	予約済み。		
		01010	AIN4。		
		01011	AIN5。		
		01100	予約済み。		
		01101	予約済み。		
		01110	AIN6。		
		01111	AIN7。		
		10000	温度センサー。		
		10001	AV _{SS} 。		
		10010	内蔵リファレンス。		
		10011	DGND。		
		10100	(AV _{DD} - AV _{SS})/6+。(AV _{DD} - AV _{SS})/6-と併用して、電源 AV _{DD} - AV _{SS} を監視します。		
		10101	(AV _{DD} - AV _{SS})/6-。(AV _{DD} - AV _{SS})/6+と併用して、電源 AV _{DD} - AV _{SS} を監視します。		
		10110	(IOV _{DD} - DGND)/6+。(IOV _{DD} - DGND)/6-と併用して、IOV _{DD} - DGND を監視します。		
		10111	(IOV _{DD} - DGND)/6-。(IOV _{DD} - DGND)/6+と併用して、IOV _{DD} - DGND を監視します。		
		11000	(ALDO - AV _{SS})/6+。(ALDO - AV _{SS})/6-と併用して、アナログ LDO を監視します。		
		11001	(ALDO - AV _{SS})/6-。(ALDO - AV _{SS})/6+と併用して、アナログ LDO を監視します。		
		11010	(DLDO - DGND)/6+。(DLDO - DGND)/6-と併用して、デジタル LDO を監視します。		
		11011	(DLDO - DGND)/6-。(DLDO - DGND)/6+と併用して、デジタル LDO を監視します。		
		11100	V _{MV_P} 。V _{MV_M} と併用して、数十 mV _{P-P} の信号を ADC に印加します。		
		11101	V _{MV_M} 。V _{MV_P} と併用して、数十 mV _{P-P} の信号を ADC に印加します。		
		11110	予約済み。		
		11111	予約済み。		
[7:4]	I_OUT1_CH_m	0000	チャンネル m の励起電流 1 の選択。 I_OUT1 は AIN0 で利用可能です。	0x0	R/W
		0001	I_OUT1 は AIN1 で利用可能です。		
		0010	予約済み。		
		0011	予約済み。		
		0100	I_OUT1 は AIN2 で利用可能です。		
		0101	I_OUT1 は AIN3 で利用可能です。		
		0110	予約済み。		
		0111	予約済み。		
		1000	予約済み。		
		1001	予約済み。		
		1010	I_OUT1 は AIN4 で利用可能です。		
		1011	I_OUT1 は AIN5 で利用可能です。		
		1100	予約済み。		
		1101	予約済み。		
		1110	I_OUT1 は AIN6 で利用可能です。		
		1111	I_OUT1 は AIN7 で利用可能です。		

AD4130-4 のレジスタ

表 85. CHANNEL_m レジスタのビット説明（続き）

ビット	ビット名	設定	説明	リセット	アクセス
[3:0]	I_OUT0_CH_m	0000	チャンネル m の励起電流 0 の選択。 I_OUT0 は AIN0 で利用可能です。	0x0	R/W
		0001	I_OUT0 は AIN1 で利用可能です。		
		0010	予約済み。		
		0011	予約済み。		
		0100	I_OUT0 は AIN2 で利用可能です。		
		0101	I_OUT0 は AIN3 で利用可能です。		
		0110	予約済み。		
		0111	予約済み。		
		1000	予約済み。		
		1001	予約済み。		
		1010	I_OUT0 は AIN4 で利用可能です。		
		1011	I_OUT0 は AIN5 で利用可能です。		
		1100	予約済み。		
		1101	予約済み。		
		1110	I_OUT0 は AIN6 で利用可能です。		
		1111	I_OUT0 は AIN7 で利用可能です。		

AD4130-4 のレジスタ

構成 n レジスタ (n = 0~7)

アドレス : 0x19~0x20 (1 ずつインクリメント)、リセット : 0x0000、レジスタ名 : CONFIG_n (n = 0~7)

これらのレジスタにより、CHANNEL_m レジスタで選択される最大 7 通りの ADC セットアップに対して、励起電流値、バーンアウト電流値、リファレンス・モード、バッファ、および PGA モードの設定が可能です。

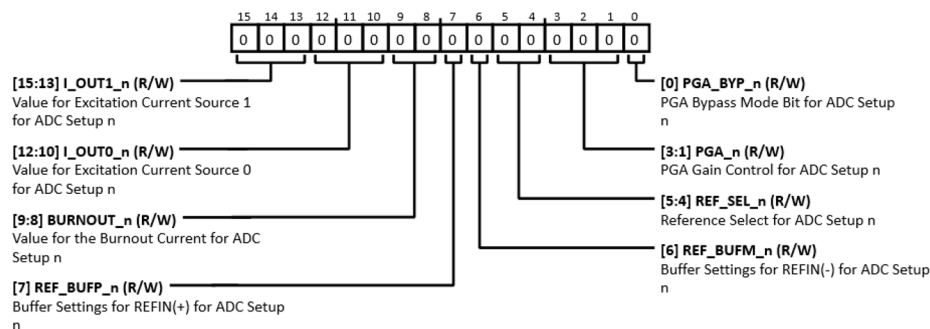


図 119.

表 86. CONFIG_n レジスタのビット説明

ビット	ビット名	設定	説明	リセット	アクセス
[15:13]	I_OUT1_n	000 001 010 011 100 101 110 111	ADC セットアップ n における励起電流源 1 の値。 オフ。 10μA。 20μA。 50μA。 100μA。 150μA。 200μA。 100nA。	0x0	R/W
[12:10]	I_OUT0_n	000 001 010 011 100 101 110 111	ADC セットアップ n における励起電流源 0 の値。 オフ。 10μA。 20μA。 50μA。 100μA。 150μA。 200μA。 100nA。	0x0	R/W
[9:8]	BURNOUT_n	00 01 10 11	ADC セットアップ n におけるバーンアウト電流の値。 バーンアウト電流をオフ。 バーンアウト電流 = 0.5μA。 バーンアウト電流 = 2μA。 バーンアウト電流 = 4μA。	0x0	R/W
7	REF_BUFP_n	0 1	ADC セットアップ n における REFIN(+) のバッファ設定。 REFIN(+) のバッファをバイパス。 REFIN(+) のバッファをオン。	0x0	R/W
6	REF_BUFM_n	0 1	ADC セットアップ n における REFIN(-) のバッファ設定。 REFIN(-) のバッファをバイパス。 REFIN(-) のバッファをオン。	0x0	R/W

AD4130-4 のレジスタ

表 86. CONFIG_n レジスタのビット説明（続き）

ビット	ビット名	設定	説明	リセット	アクセス
[5:4]	REF_SEL_n	00 01 10 11	ADC セットアップ n におけるリファレンスの選択。 REFIN1(+), REFIN1(-)。 REFIN2(+), REFIN2(-)。 REFOUT、AV _{SS} 。内部リファレンス。 AV _{DD} 、AV _{SS} 。	0x0	R/W
[3:1]	PGA_n	000 001 010 011 100 101 110 111	ADC セットアップ n における PGA ゲイン制御。PGA のゲインを制御します。同じ CONFIG_n レジスタの PGA_BYP_n が設定されている場合、PGA_n ビットは無視され、ゲインは 1 に固定されます。 ゲイン = 1。 ゲイン = 2。 ゲイン = 4。 ゲイン = 8。 ゲイン = 16。 ゲイン = 32。 ゲイン = 64。 ゲイン = 128。	0x0	R/W
0	PGA_BYP_n	0 1	PGA のバイパス・モードを設定するビット。このビットが設定されている場合、PGA はバイパス・モードとなり、同じ CONFIG_n レジスタの PGA フィールドの設定は無視されます。 PGA のバイパスがディスエーブル。 PGA のバイパスがイネーブル。	0x0	R/W

AD4130-4 のレジスタ

フィルタ n レジスタ (n = 0~7)

アドレス : 0x21~0x28 (1 ずつインクリメント)、リセット : 0x002030、レジスタ名 : FILTER_n (n = 0~7)

これらのレジスタを使用して、SETUP_m ビットフィールドを指定することで、CHANNEL_m レジスタで選択されるデジタル・フィルタに対して最大 7 種類のオプションを設定できます。

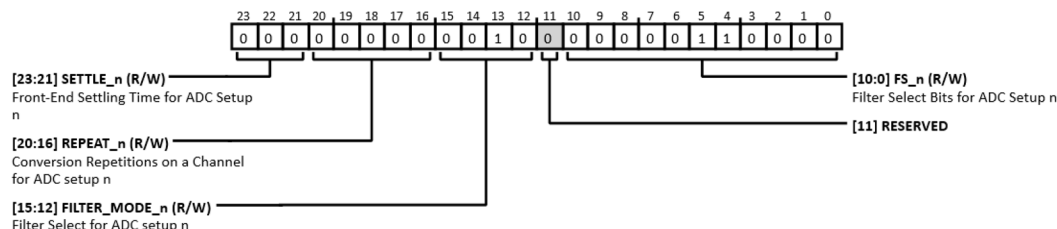


図 120.

表 87. FILTER_n レジスタのビット説明

ビット	ビット名	設定	説明	リセット	アクセス
[23:21]	SETTLE_n		ADC セットアップ n のフロント・エンドのセトリング時間。入力 of セトリング時間の変動に対応するため、チャンネルの変換が始まる前にデバイスが適当な時間だけ待機するように SETTLE_n ビットを設定できます。これが役立つのは、AINx 入力で励起電流が利用可能になった場合、または変換対象のチャンネルで PDSW がイネーブルになった場合です。このフロント・エンドのセトリング時間は、チャンネル変更後に毎回適用されます。REPEAT_n ビットの値で決定される後続の繰り返し変換には適用されません。	0x0	R/W
		000	32MCLK サイクル (416.6μs)。		
		001	64MCLK サイクル (833.3μs)。		
		010	128MCLK サイクル (1.66ms)。		
		011	256MCLK サイクル (3.33ms)。		
		100	512MCLK サイクル (6.66ms)。		
		101	1024MCLK サイクル (13.33ms)。		
		110	2048MCLK サイクル (26.66ms)。		
		111	4096MCLK サイクル (53.33ms)。		
[20:16]	REPEAT_n		ADC セットアップ n のチャンネルにおける変換の繰り返し回数。特定のチャンネルの変換が、REPEAT_n ビットで示された回数だけ繰り返されます。REPEAT_n が 0 の場合、繰り返しは実行されず、チャンネルは 1 回だけ変換されます。REPEAT_n が N の場合、チャンネルの変換は、次のチャンネルを変換する前に N + 1 回実行されます。これらのビットは、デューティ・サイクルまたはいずれかの校正モードが有効化されている場合は使用されません。	0x0	R/W
[15:12]	FILTER_MODE_n		ADC セットアップ n におけるフィルタの選択。	0x2	R/W
		0000	sinc ⁴ 。sinc ⁴ スタンドアロン・フィルタ。		
		0001	sinc ⁴ + sinc ¹ 。sinc ⁴ 平均化モード・フィルタ。		
		0010	sinc ³ 。sinc ³ スタンドアロン・フィルタ。		
		0011	sinc ³ + REJ60。これにより、主ノッチ周波数の 6/5 倍の周波数に追加のノッチを生成することができます。最初の主ノッチ周波数が 50Hz (FS = 48) に設定されている場合、このモードでは 50SPS の更新レートで同時に 50Hz/60Hz の除去が可能になります。		
		0100	sinc ³ + sinc ¹ 。sinc ³ 平均化モード・フィルタ。		
		0101	sinc ³ + 後置フィルタ 1。ODR (Hz) = 26.087SPS。		
		0110	sinc ³ + 後置フィルタ 2。ODR (Hz) = 24SPS。		
		0111	sinc ³ + 後置フィルタ 3。ODR (Hz) = 19.355SPS。		
		1000	sinc ³ + 後置フィルタ 4。ODR (Hz) = 16.21SPS。		
		1001 to 1111	予約済み。		
11	RESERVED		予約済み。	0x0	R

AD4130-4 のレジスタ

表 87. FILTER_n レジスタのビット説明（続き）

ビット	ビット名	設定	説明	リセット	アクセス
[10:0]	FS_n		ADC セットアップ n のフィルタを選択するビット。これらのビットは、ADC セットアップ n における ADC の ODR を制御します。FS = 0 は FS = 1 として扱います。	0x30	R/W

オフセット n レジスタ (n = 0~7)

アドレス : 0x29~0x30 (1 ずつインクリメント)、リセット : 0x800000、レジスタ名 : OFFSET_n (n = 0~7)

これらのレジスタは、CHANNEL_m レジスタで選択された対応する ADC セットアップ n におけるオフセット校正結果を格納します。

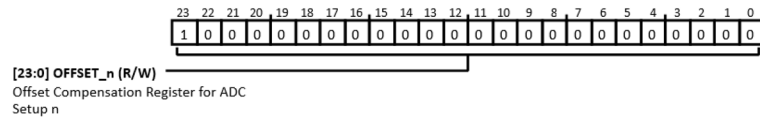


図 121.

表 88. OFFSET_n レジスタのビット説明

ビット	ビット名	設定	説明	リセット	アクセス
[23:0]	OFFSET_n		ADC セットアップ n におけるオフセット補償レジスタ。内部校正またはシステム・オフセット校正の結果は、アクティブなチャンネルの CHANNEL_m レジスタの SETUP_m ビットで指定された OFFSET_n レジスタに書き込まれます。校正中は、1 つのチャンネルしかアクティブにできません。OFFSET_n レジスタのデフォルト/リセット値は 0x800000 です。	0x800000	R/W

ゲイン n レジスタ (n = 0~7)

アドレス : 0x31~0x38 (1 ずつインクリメント)、リセット : 0xXXXXXX、レジスタ名 : GAIN_n (n = 0~7)

これらのレジスタは、CHANNEL_m レジスタで選択された対応する ADC セットアップ n のゲイン校正の結果を格納します。

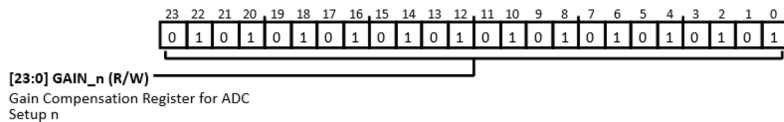


図 122.

表 89. GAIN_n レジスタのビット説明

ビット	ビット名	設定	説明	リセット	アクセス
[23:0]	GAIN_n		ADC セットアップ n におけるゲイン補償レジスタ。内部校正またはシステム・ゲイン校正の結果は、アクティブなチャンネルの CHANNEL_m レジスタのセットアップ n ビットで指定された GAIN_n レジスタに書き込まれます。校正中は、1 つのチャンネルしかアクティブにできません。GAIN_n レジスタの公称値は 0x555555 です。デバイスは、ゲインが 1、かつ PGA_BYP_n = 0 の状態で、周囲温度において工場校正されています。結果として得られたゲイン係数は、デフォルト/リセット値として GAIN_n レジスタにロードされています。	0xXXXXXX	R/W

AD4130-4 のレジスタ

補助レジスタ

アドレス : 0x39、リセット : 0x0000、レジスタ名 : MISC

発振器、LDO、校正、およびスタンバイ・モードの設定を含んでいます。

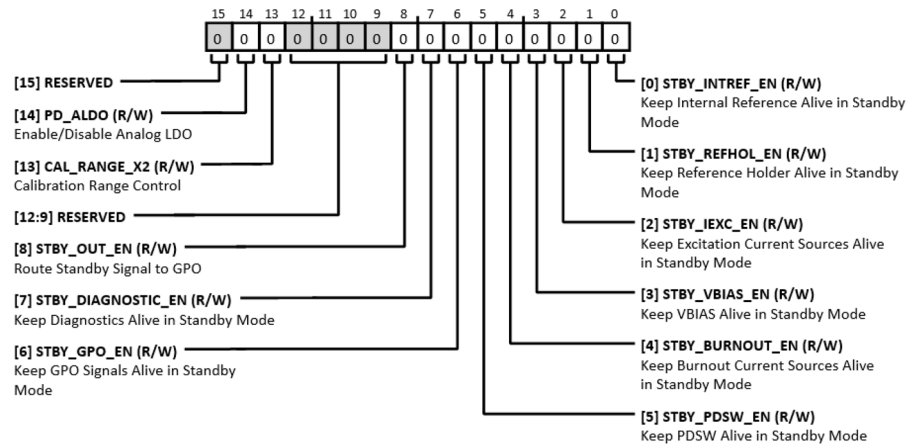


図 123.

表 90. MISC レジスタのビットの説明

ビット	ビット名	設定	説明	リセット	アクセス
15	RESERVED		予約済み。このビットには常に0を書き込みます。	0x0	R/W
14	PD_ALDO	0 1	アナログ LDO をイネーブル／ディスエーブルにします。 アナログ LDO をオン。 アナログ LDO をオフ。	0x0	R/W
13	CAL_RANGE_X2	0 1	校正範囲の制御。このビットは、リファレンスが 2V より高い場合に内部ゲイン校正に使用されます。1 に設定すると、抵抗ストリングの出力電圧が 2 倍になり、内部ゲイン校正の結果が向上します。 ディスエーブル。 イネーブル。	0x0	R/W
[12:9]	RESERVED		予約済み。	0x0	R
8	STBY_OUT_EN	0 1	スタンバイ信号を GPO にルーティングします。1 に設定されると、GPO_CTRL_P2 および GPO_DATA_P2 の値は無視され、アクティブ・ローのスタンバイ信号が P2 に転送されます。デバイスがスタンバイ状態の場合、P2 ピンはローです。デバイスが変換中の場合、P2 はハイです。STBY_OUT_EN を 1 に設定すると、P2 がイネーブルかどうか GPO_CTRL_P2 によって決定され、P2 の値が GPO_DATA_P2 によって決定されます。 P2 (AIN3) への信号なし。 スタンバイ信号を P2 (AIN3) へ。	0x0	R/W
7	STBY_DIAGNOSTICS_EN	0 1	スタンバイ・モード時に診断機能を維持します。ERROR_EN レジスタでイネーブルされている場合、診断機能はスタンバイ・モードでアクティブのままとなります。過電圧／低電圧検出エラーのような特定のエラーでは (ERROR_EN レジスタを参照)、適切に機能するために発振器が動作していることが必要になります。しかし、スタンバイ・モードでは、内部発振器を使用する機能が有効になっていない場合、電力節約のために内部発振器をオフにすることができます。このビットの設定によって、デバイスは内部発振器を動作させ続けます。その場合、適切なエラー検出 (少なくとも 1 つの過電圧／低電圧エラーなど) もイネーブルにし、かつ ADC_CONTROL レジスタの CLK_SEL ビットによって内部発振器との動作を選択する必要があります。 スタンバイ・モードで診断機能がディスエーブル。 スタンバイ・モードで診断機能がイネーブル。	0x0	R/W

AD4130-4 のレジスタ

表 90. MISC レジスタのビット説明（続き）

ビット	ビット名	設定	説明	リセット	アクセス
6	STBY_GPO_EN	0 1	スタンバイ・モードでも GPO 信号を有効に保ちます。GPO は、IO_CONTROL レジスタでイネーブルにした場合、スタンバイ・モードでもアクティブを維持します。 スタンバイ・モードで GPO がディセーブル。 スタンバイ・モードで GPO がイネーブル。	0x0	R/W
5	STBY_PDSW_EN	0 1	スタンバイ・モードでも PDSW を有効に保ちます。 スタンバイ・モードでパワーダウン・スイッチがディセーブル。 スタンバイ・モードでパワーダウン・スイッチがイネーブル。 CHANNEL_m レジスタの PDSW_m 設定は、デバイスがスタンバイ状態の場合に ADC セットアップ n を使用するチャンネルにおいて、パワーダウン・スイッチが閉じるか開くかを決定します。	0x0	R/W
4	STBY_BURNOUT_EN	0 1	スタンバイ・モードでもバーンアウト電流源を有効に保ちます。 スタンバイ・モードでバーンアウト電流がディセーブル。 スタンバイ・モードでバーンアウト電流がイネーブル。CONFIG_n レジスタの BURNOUT_n 設定は、デバイスがスタンバイ状態のときに、ADC セットアップ n を使用するチャンネルでバーンアウト電流がイネーブルかどうかを決定します。	0x0	R/W
3	STBY_VBIAS_EN	0 1	スタンバイ・モードでも VBIAS を有効に保ちます。 スタンバイ・モードで VBIAS がディセーブル。 スタンバイ・モードで VBIAS がイネーブル。VBIAS レジスタの VBIAS 設定は、それぞれの AINx ピンに対して VBIAS がイネーブルかどうかを決定します。	0x0	R/W
2	STBY_IEXC_EN	0 1	スタンバイ・モードでも励起電流源を有効に保ちます。 スタンバイ・モードで励起電流がディセーブル。 スタンバイ・モードで励起電流がイネーブル。1 に設定されている場合、CONFIG_n レジスタの I_OUT0_n ビットまたは I_OUT1_n ビットは、デバイスがスタンバイ状態にある場合に、セットアップ n を使用するチャンネルで励起電流がイネーブルかどうかを決定します。対応する I_OUT0_n または I_OUT1_n のフィールドで指定された励起電流値は、スタンバイでも、CHANNEL_m レジスタの I_OUT0_CH_m および I_OUT1_CH_m の各フィールドで指定されたチャンネルに供給されます。	0x0	R/W
1	STBY_REFHOL_EN	0 1	スタンバイ・モードでもリファレンス・ホルダを有効に保ちます。 スタンバイ・モードでリファレンス・ホルダがディセーブル。 スタンバイ・モードでリファレンス・ホルダがイネーブル。	0x0	R/W
0	STBY_INTREF_EN	0 1	スタンバイ・モードでもリファレンスを有効に保ちます。 スタンバイ・モードで内部リファレンスと REFOUT バッファがディセーブル。 スタンバイ・モードで内部リファレンスと REFOUT バッファがイネーブル。	0x0	R/W

AD4130-4 のレジスタ

FIFO 制御レジスタ

アドレス : 0x3A、リセット : 0x040200、レジスタ名 : FIFO_CONTROL

FIFO バッファを操作するための制御ビット。

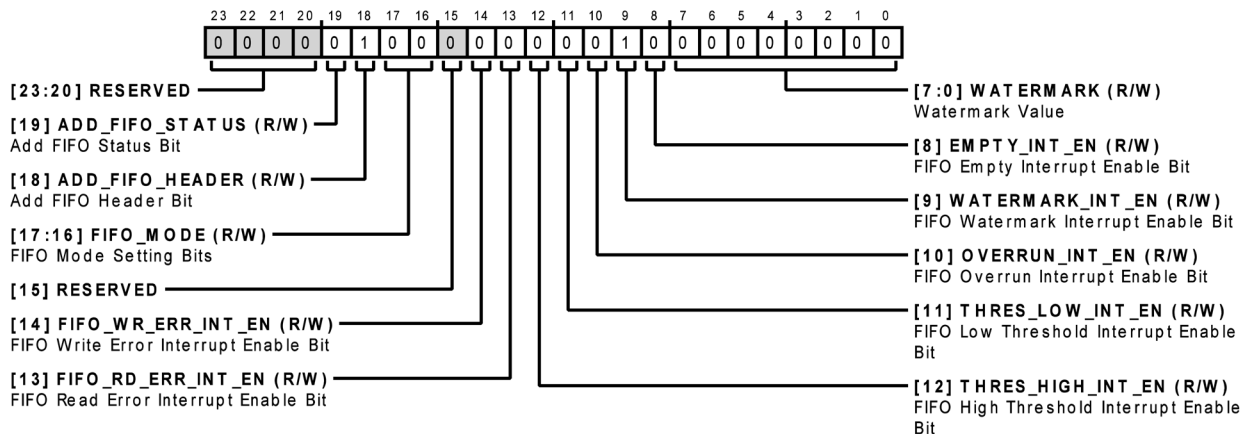


図 124.

表 90. FIFO_CONTROL レジスタのビット説明

ビット	ビット名	設定	説明	リセット	アクセス
[23:20]	RESERVED		予約済み。	0x0	R
19	ADD_FIFO_STATUS	0 1	FIFO ステータスのビットを追加します。このビットを 1 に設定すると、FIFO 読出しコマンドの間、FIFO_STATUS ビットが FIFO_DATA ストリームの前に 1 回追加されます。このレジスタの ADD_FIFO_HEADER ビットも 1 に設定されている場合、FIFO_STATUS ビットが FIFO_HEADER + FIFO_DATA のリードバック・ストリームに 1 回追加されます。各サンプルには独自のヘッダがありますが、ステータスは 1 回だけ追加されます。 FIFO ステータスなし。 FIFO ステータスを追加します。	0x0	R/W
18	ADD_FIFO_HEADER	0 1	FIFO ヘッダのビットを追加します。このビットを 1 に設定すると、FIFO 読出しコマンドの間、FIFO_HEADER ビットが FIFO_DATA ビットの前に追加されます。各サンプルには独自のヘッダがあります。 FIFO ヘッダなし。 FIFO ヘッダを追加します。	0x1	R/W
[17:16]	FIFO_MODE	00 01 10 to 11	FIFO モードを設定するビット。これらのビットは、FIFO の動作モードを制御します。 ディスエーブル。FIFO はデフォルトでディスエーブルになっており、ADC のデータはデータ・レジスタを通じて読み出されます。 ウォーターマーク・モード。このモードでは、最初の変換 (N はウォーターマーク) が FIFO に格納されます。以降の新しい変換は破棄され、ウォーターマークまでの FIFO 内容が完全に読み出されるまでしか格納されません。FIFO からデータを読み出すと、FIFO はクリアされます。このモードでは、FIFO が時間内に読み出されなかったために新しいデータが破棄された場合、FIFO_STATUS レジスタの OVERRUN_FLAG が 1 に設定されます。 ストリーミング・モード。このモードでは、最新の変換が格納されます。FIFO 深度に達した場合 (ウォーターマーク値に関係なく)、古いデータが自動的に破棄され、新しいデータが格納されます。このモードでは、FIFO が満杯で古いデータが破棄された場合、FIFO_STATUS レジスタの OVERRUN_FLAG が 1 に設定されます。	0x0	R/W

AD4130-4 のレジスタ

表 91. FIFO_CONTROL レジスタのビット説明（続き）

ビット	ビット名	設定	説明	リセット	アクセス
15	RESERVED		予約済み。このビットには常に 0 を書き込みます。	0x0	R/W
14	FIFO_WRITE_ERR_INT_EN	0 1	FIFO 書込みエラー割込みをイネーブルにするビット。このビットを 1 に設定すると、FIFO_STATUS レジスタの FIFO_WRITE_ERR によって、割込みイベントを選択された割込みピンでトリガすることが可能になります。 FIFO 書込みエラー割込みがディスエーブル。 FIFO 書込みエラー割込みがイネーブル。	0x0	R/W
13	FIFO_READ_ERR_INT_EN	0 1	FIFO の読出しエラー割込みイネーブル・ビット。このビットを 1 に設定すると、FIFO_STATUS レジスタの FIFO_READ_ERR によって、割込みイベントを選択された割込みピンでトリガすることが可能になります。 FIFO 読出しエラー割込みがディスエーブル。 FIFO 読出しエラー割込みがイネーブル。	0x0	R/W
12	THRES_HIGH_INT_EN	0 1	FIFO 上限閾値割込みをイネーブルにするビット。このビットを 1 に設定すると、FIFO_STATUS レジスタの THRES_HIGH_FLAG によって、割込みイベントを選択された割込みピンでトリガすることが可能になります。 FIFO 上限閾値割込みがディスエーブル。 FIFO 上限閾値割込みがイネーブル。	0x0	R/W
11	THRES_LOW_INT_EN	0 1	FIFO 下限閾値割込みをイネーブルにするビット。このビットを 1 に設定すると、FIFO_STATUS レジスタの THRES_LOW_FLAG によって、割込みイベントを選択された割込みピンでトリガすることが可能になります。 FIFO 下限閾値割込みがディスエーブル。 FIFO 下限閾値割込みがイネーブル。	0x0	R/W
10	OVERRUN_INT_EN	0 1	FIFO オーバーラン割込みをイネーブルにするビット。このビットを 1 に設定すると、FIFO_STATUS レジスタの OVERRUN_FLAG によって、割込みイベントを選択された割込みピンでトリガすることが可能になります。 FIFO オーバーラン割込みがディスエーブル。 FIFO オーバーラン割込みがイネーブル。	0x0	R/W
9	WATERMARK_INT_EN	0 1	FIFO ウォーターマーク割込みをイネーブルにするビット。このビットを 1 に設定すると、FIFO_STATUS レジスタの WATERMARK_FLAG によって、割込みイベントを選択された割込みピンでトリガすることが可能になります。 FIFO ウォーターマーク割込みがディスエーブル。 FIFO ウォーターマーク割込みがイネーブル。	0x1	R/W
8	EMPTY_INT_EN	0 1	FIFO エンプティ割込みをイネーブルにするビット。このビットを 1 に設定すると、FIFO_STATUS レジスタの EMPTY_FLAG ビットによって、割込みイベントを選択された割込みピンでトリガすることが可能になります。この割込みは EMPTY_FLAG ビットと共にトリガします。 FIFO エンプティ割込みがディスエーブル。 FIFO エンプティ割込みがイネーブル。	0x0	R/W
[7:0]	WATERMARK		ウォーターマーク値。これらのビットは、FIFO_STATUS レジスタで WATERMARK_FLAG がアサートされる前に、サンプルの数を示します。 0x00 : 256 回の変換（全 FIFO 長）。 0x01 : 1 回の変換（推奨されません）。 ... 0xFF : 255 回の変換。	0x0	R/W

AD4130-4 のレジスタ

FIFO ステータス・レジスタ

アドレス：0x3B、リセット：0x01、レジスタ名：FIFO_STATUS

FIFO がウォーターマーク・モードまたはストリーミング・モードのいずれかにある場合にのみトリガする、FIFO のエラー・フラグを格納します。

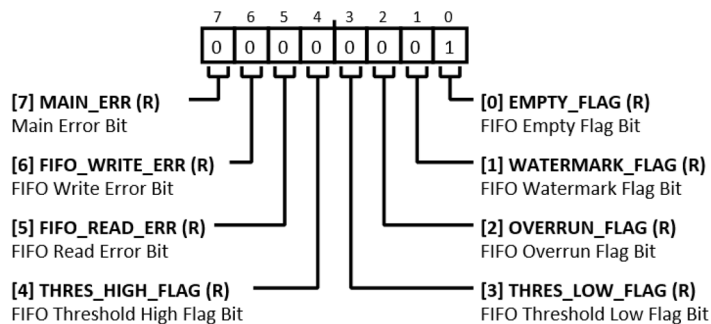


図 125.

表 92. FIFO_STATUS レジスタのビット説明

ビット	ビット名	設定	説明	リセット	アクセス
7	MAIN_ERR	0 1	メイン・エラー・ビット。このビットは、エラー・レジスタのいずれかのエラーが設定されると 1 に設定されます。この MAIN_ERR ビットが 1 に設定されると、ステータス・レジスタの MAIN_ERR ビットも 1 に設定されます。 エラー不検出。 メイン・エラー検出。	0x0	R
6	FIFO_WRITE_ERR	0 1	FIFO 書き込みエラーの検出を示すビット。このビットは、ADC の変換結果が FIFO に正常に書き込まれていないことを示すために設定されます。ウォーターマーク・モードでは、このビットが 1 に設定されるのは、現在進行中の FIFO 読み出し要求のために ADC 変換が書き込まれない場合、またはウォーターマークに達したために ADC 変換が書き込まれない場合、更に FIFO が新しい変換を格納するために空にされない場合です。つまり、ウォーターマークに達すると FIFO は満杯として扱われ、FIFO が空になるまでその状態が維持されます（詳細については、FIFO_CONTROL レジスタの FIFO MODE ビットを参照）。この場合、このビットは、FIFO_STATUS レジスタの OVERRUN_FLAG エラーのように機能します。ストリーミング・モードでは、現在進行中の FIFO 読み出し要求のために ADC 変換が書き込まれない場合に、このビットが 1 に設定されます。どちらの FIFO モードでも、FIFO が空になると、このビットが 0 に設定されます。このエラーによる割込みは、エラー・フラグと共に設定およびクリアされます。 エラー不検出。 FIFO 書き込みエラーを検出。	0x0	R
5	FIFO_READ_ERR	0 1	FIFO 読み出しエラーの検出を示すビット。このビットは、ADC 変換が FIFO に現在書き込まれているために FIFO に対する読み出し要求が失敗した場合に 1 に設定されます。このビットは、FIFO 読み出し要求が受け入れられた場合、または FIFO が空になった場合に 0 に設定されます。このエラーに関連付けられた割込みが、エラー・ビットと共に設定およびクリアされます。 エラー不検出。 FIFO 読み出しエラーを検出。	0x0	R
4	THRES_HIGH_FLAG	0 1	FIFO 上限閾値フラグの発生を示すビット。このフラグは、変換結果が FIFO_THRESHOLD レジスタの THRES_HIGH_VAL ビットで設定された上限閾値以上になったかどうかを示します。CHANNEL_m レジスタの THRES_EN_m が設定されていると、FIFO に格納された CHANNEL_m の変換データが FIFO_THRESHOLD レジスタの THRES_HIGH_VAL ビットの値以上になった場合に、このビットは 1 に設定されます。 FIFO が空になると、このビットは 0 に設定されます。このフラグに関連付けられた割込みが、このビットと共に設定およびクリアされます。 フラグのトリガなし。 FIFO 上限閾値フラグがトリガ。	0x0	R
3	THRES_LOW_FLAG	0 1	FIFO 下限閾値フラグの発生を示すビット。このフラグは、変換結果が FIFO_THRESHOLD レジスタの THRES_LOW_VAL ビットで設定された下限閾値以下になったかどうかを示します。CHANNEL_m レジスタの THRES_EN_m が設定されていると、FIFO に格納された CHANNEL_m の変換データが FIFO_THRESHOLD レジスタの THRES_LOW_VAL ビットの値以下になった場合に、このビットは 1 に設定されます。FIFO が空になると、このビットは 0 に設定されます。このフラグに関連付けられた割込みが、このビットと共に設定およびクリアされます。	0x0	R

AD4130-4 のレジスタ

表 92. FIFO_STATUS レジスタのビット説明 (続き)

ビット	ビット名	設定	説明	リセット	アクセス
		0	フラグのトリガなし。		
		1	FIFO 下限閾値フラグがトリガ。		
2	OVERRUN_FLAG		FIFO オーバーラン・エラーの発生を示すビット。このビットは FIFO モードに応じて設定されます。ウォーターマーク・モードでは、FIFO が時間内に空にならなかったために新しい変換データが FIFO において破棄された場合、OVERRUN_FLAG が 1 に設定されます。ストリーミング・モードでは、FIFO が既に満杯のときに新しいデータを格納するために FIFO 内の古いデータが廃棄された場合、OVERRUN_FLAG が 1 に設定されます。FIFO が空になると、このビットは 0 に設定されます。このフラグに関連付けられた割込みが、このビットと共に設定およびクリアされます。	0x0	R
		0	フラグのトリガなし。		
		1	オーバーラン・フラグがトリガ。		
1	WATERMARK_FLAG		FIFO ウォーターマーク・フラグの発生を示すビット。このビットは、FIFO がウォーターマークで示されたサンプル数を格納していることを示します。このビットは、FIFO_CONTROL レジスタのウォーターマーク・フィールドに示されたサンプル数以上が FIFO に含まれている場合に 1 に設定されます。FIFO のサンプル数がウォーターマーク・フィールドで示された数を下回ると、このビットは 0 に設定されます。このフラグに関連付けられた割込みが、このビットと共に設定およびクリアされます。	0x0	R
		0	フラグのトリガなし。		
		1	ウォーターマーク・フラグがトリガ。		
0	EMPTY_FLAG		FIFO エンプティ・フラグの発生を示すビット。FIFO が空になると、このビットは 1 に設定されます。FIFO が空になるのは、FIFO がイネーブルになっているがデータでまだ初期化されていない場合、FIFO の最後のエントリが読み出された場合、FIFO に対するクリア・コマンドが成功した場合、FIFO がディスエーブルの場合であり、このフラグはデフォルトで 1 に設定されます。FIFO に少なくとも 1 つのエントリがあると、このビットは 0 に設定されます。このフラグに関連付けられた割込みが、このビットと共に設定およびクリアされます。	0x1	R
		0	フラグのトリガなし。		
		1	エンプティ・フラグがトリガ。		

FIFO 閾値レジスタ

アドレス : 0x3C、リセット : 0xFFFF000、レジスタ名 : FIFO_THRESHOLD

FIFO の上限閾値と下限閾値を格納します。

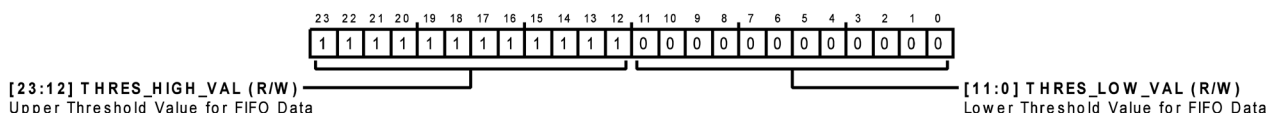


図 126.

表 93. FIFO_THRESHOLD レジスタのビット説明

ビット	ビット名	設定	説明	リセット	アクセス
[23:12]	THRES_HIGH_VAL		FIFO データの上限閾値。CHANNEL_m の対応する THRES_EN_m が設定されている場合に、FIFO に格納された変換結果が THRES_HIGH_VAL に設定された値以上になると、FIFO_STATUS レジスタの THRES_HIGH_FLAG ビットが 1 に設定されます。閾値は疑似的に静的であると仮定されています。そのため、閾値の比較が確実に有効となるよう、ADC 変換を変更した後は、FIFO をフラッシュしてから ADC 変換を再開することが推奨されます。	0xFFFF	R/W
[11:0]	THRES_LOW_VAL		FIFO データの下限閾値。CHANNEL_m の対応する THRES_EN_m が設定されている場合に、FIFO に格納されている変換結果が THRES_LOW_VAL に設定された値以下になると、FIFO_STATUS レジスタの THRES_LOW_FLAG ビットが 1 に設定されます。閾値は疑似的に静的であると仮定されています。そのため、閾値の比較が確実に有効となるよう、ADC 変換を変更した後は、FIFO をフラッシュしてから ADC 変換を再開することが推奨されます。	0x0	R/W

AD4130-4 のレジスタ

FIFO データ・レジスタ

アドレス : 0x3D、リセット : 0x000000、レジスタ名 : FIFO_DATA

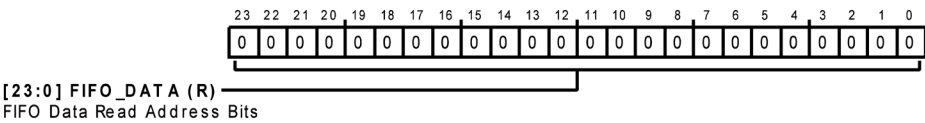


図 127.

表 93. FIFO_DATA レジスタのビット説明

ビット	ビット名	設定	説明	リセット	アクセス
[23:0]	FIFO_DATA		FIFO データ読み出しアドレスのビットこのアドレスで SPI 読み出しコマンドを実行して FIFO 内容を読み出します。	0x0	R

外形寸法

Package Drawing (Option)	Package Type	Package Description
CB-35-3	WLCSP	35-Ball Wafer Level Chip Scale Package
CP-32-29	LFCSP	32-Lead Lead Frame Chip Scale Package

最新のパッケージ外形情報およびランド・パターン（フットプリント）については、[パッケージ索引](#)を参照してください。

オーダー・ガイド

Model ¹	Temperature Range	Package Description	Packing Quantity	Package Option
AD4130-4BCBZ-RL7	-40°C to +105°C	CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLCSP	Reel, 1500	CB-35-3
AD4130-4BCPZ-RL7	-40°C to +125°C	32-Lead LFCSP (5 mm x 5 mm x 0.75 mm w/ EP)	Reel, 1500	CP-32-29

¹ Z = RoHS 準拠製品。

評価用ボード

Model ^{1, 2}	Description
EVAL-AD4130-8ARDZ	Evaluation Board for LFCSP
EVAL-AD4130-8WARDZ	Evaluation Board for WLCSP
EVAL-SDP-CK1Z	Evaluation Board

¹ Z = RoHS 準拠製品。

² EVAL-AD4130-8ARDZ および EVAL-AD4130-8WARDZ は AD4130-4 を評価するために使用できます。